



ThinkSystem ST650 V3 使用手冊



機型：7D7A、7D7B

注意事項

使用此資訊及其支援的產品之前，請務必閱讀並瞭解下列安全資訊和安全指示：

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，請務必熟悉伺服器的 Lenovo 保固條款和條件，相關資訊位於：<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第一版 (2023 年 5 月)

© Copyright Lenovo 2023.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

目錄

目錄	i	卸下 2.5 吋硬碟背板	59
安全	v	安裝 2.5 吋硬碟背板	60
安全檢驗核對清單	vi	更換 3.5 吋硬碟背板	62
第 1 章. 簡介	1	卸下 3.5 吋硬碟背板	62
功能	1	安裝 3.5 吋硬碟背板	63
Tech 提示	2	更換 A2/L4 GPU 空氣導管	65
安全性諮詢	3	卸下 A2/L4 GPU 空氣導管	65
規格	4	安裝 A2/L4 GPU 空氣導管	66
技術規格	5	更換空氣擋板	67
機械規格	9	卸下空氣擋板	67
環境規格	11	安裝空氣擋板	69
管理選項	14	更換 CMOS 電池 (CR2032)	71
第 2 章. 伺服器元件	19	卸下 CMOS 電池 (CR2032)	71
正面圖	19	安裝 CMOS 電池 (CR2032)	72
背面圖	23	更換硬碟	74
側面圖	25	卸下熱抽換硬碟	74
主機板佈置	26	安裝熱抽換硬碟	76
主機板接頭	26	更換擴充框架	78
主機板開關	28	卸下擴充框架	79
伺服器鎖	30	安裝擴充框架	80
系統 LED 和診斷顯示器	30	更換風扇和風扇機盒組件	81
第 3 章. 零件清單	31	卸下風扇模組	81
電源線	33	卸下風扇機盒組件	82
第 4 章. 拆箱和設定	35	安裝風扇機盒組件	84
伺服器套件內容	35	安裝風扇模組	85
識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller	35	快閃記憶體電源模組更換	90
伺服器設定核對清單	37	卸下快閃記憶體電源模組	90
第 5 章. 硬體更換程序	41	安裝快閃記憶體電源模組	92
安裝準則	41	更換腳架	94
安全檢驗核對清單	42	卸下腳架	94
系統可靠性準則	43	安裝腳架	95
處理靜電敏感裝置	43	更換前方擋板	97
記憶體模組安裝規則和順序	44	卸下前方擋板	97
DRAM DIMM 安裝順序	46	安裝前方擋板	98
開啟和關閉伺服器電源	50	更換正面 I/O 模組	99
開啟伺服器電源	50	卸下正面 I/O 模組	99
關閉伺服器電源	51	安裝正面 I/O 模組	101
更換伺服器	52	更換 FL GPU 填充板	102
從機架卸下伺服器	52	卸下 FL GPU 填充板	102
將伺服器安裝到機架	56	安裝 FL GPU 填充板	103
更換 2.5 吋硬碟背板	59	更換內部 CFF HBA/RAID 配接卡	104
		卸下內部 CFF 配接卡	105
		安裝內部 CFF 配接卡	107
		更換入侵開關	109
		卸下入侵開關	109
		安裝入侵開關	110

更換 M.2 硬碟和 M.2 開機配接卡	111	更新 TPM 韌體	180
卸下 M.2 硬碟	112	更換安全門	180
卸下 M.2 開機配接卡	113	卸下安全門	180
安裝 M.2 開機配接卡	114	安裝安全門	181
調整 M.2 開機配接卡上的固定器	116	更換主機板 (僅限經過培訓的維修技術人員)	182
安裝 M.2 硬碟	117	卸下主機板 (僅限經過培訓的維修技術人員)	182
更換記憶體模組	119	安裝主機板 (僅限經過培訓的維修技術人員)	186
卸下記憶體模組	119	更新重要產品資料 (VPD)	189
安裝記憶體模組	120	啟用 UEFI 安全開機	190
更換 GPU 配接卡鏈結橋接器 (NVLInk 橋接器)	122	更換 T4 填充板	191
卸下 GPU 配接卡鏈結 (NVLInk) 橋接器	122	卸下 T4 填充板	191
安裝 GPU 配接卡鏈結橋接器 (NVLInk 橋接器)	124	安裝 T4 填充板	192
更換光碟機機盒	125	更換伺服器蓋板	194
卸下光碟機機盒	125	卸下伺服器蓋板	194
安裝光碟機機盒	126	安裝伺服器蓋板	196
更換光碟機或磁帶機	127	完成零件更換	197
卸下光碟機或磁帶機	127	第 6 章. 內部纜線佈線 199	
安裝光碟機或磁帶機	130	識別接頭	200
卸下 5.25 吋機槽配接器組件	134	主機板接頭	200
安裝 5.25 吋機槽配接器組件	137	電源配送板接頭	201
更換 FL PCIe 配接卡匣	139	內部 CFF RAID 配接卡接頭	202
卸下 FL PCIe 配接卡匣	139	硬碟背板接頭	203
安裝 FL PCIe 配接卡匣	141	3.5 吋硬碟纜線佈線	205
更換 PCIe 配接卡	142	SAS/SATA 組合	208
卸下 HL PCIe 配接卡	142	純 NVMe 組合	213
安裝 HL PCIe 配接卡	144	混合型組合	215
卸下 FL GPU 配接卡	148	2.5 吋硬碟纜線佈線	231
安裝 FL GPU 配接卡	150	SAS/SATA 組合	234
更換電源配送板	152	純 NVMe 組合	243
卸下電源配送板	152	混合型組合	246
安裝電源配送板	153	GPU 纜線佈線	258
更換電源配送板蓋板	155	正面 I/O 模組纜線佈線	259
卸下電源配送板蓋板	155	電源配送板和 M.2 配接卡	260
安裝電源配送板蓋板	156	光碟機/磁帶機	261
更換電源供應器	158	第 7 章. 系統配置 263	
卸下電源供應器	158	設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線	263
安裝電源供應器	161	為 Lenovo XClarity Controller 連線設定正面 USB 埠	264
更換處理器和散熱槽 (僅限經過培訓的維修技術人員)	164	更新韌體	264
卸下處理器和散熱槽 (僅限經過培訓的維修技術人員)	165	配置韌體	268
將處理器與支架和散熱槽分開 (僅限經過培訓的維修技術人員)	168	記憶體模組配置	268
安裝處理器和散熱槽 (僅限經過培訓的維修技術人員)	170	啟用 Software Guard Extensions (SGX)	269
更換韌體和信任根 (RoT) 安全模組	176	RAID 配置	269
卸下韌體和 RoT 安全模組	176	部署作業系統	270
安裝韌體和 RoT 安全模組	177	備份伺服器配置	271
隱藏/顯示 TPM	179	第 8 章. 問題判斷 273	

事件日誌	273
透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解	275
硬碟 LED	275
前方操作面板 LED	275
背面系統 LED	277
電源供應器 LED	279
主機板 LED	280
XCC 系統管理埠 LED	281
外部診斷手持裝置	282
一般問題判斷程序	287
解決可疑的電源問題	288
解決可疑的乙太網路控制器問題	288
依症狀疑難排解	289
硬碟問題	289
風扇問題	291
間歇性問題	291
鍵盤、滑鼠、KVM 交換器或 USB 裝置問題	292
記憶體問題	293
監視器和視訊問題	294
網路問題	296
可觀察的問題	296
選配裝置問題	298
效能問題	300

開關電源問題	300
電源問題	302
序列裝置問題	302
軟體問題	303

附錄 A. 拆卸硬體以進行回收 305

拆卸伺服器以進行機箱回收	305
------------------------	-----

附錄 B. 取得說明和技術協助 307

致電之前	307
收集服務資料	308
聯絡支援中心	309

附錄 C. 文件和支援 311

文件下載	311
支援中心網站	311

附錄 D. 聲明 313

商標	313
重要聲明	313
電子放射聲明	314
台灣地區 BSMI RoHS 宣告	315
台灣地區進出口聯絡資訊	315

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

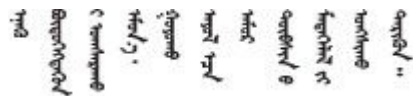
A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

附註：此裝置不適合在視覺顯示工作區的直接視野內使用。為了避免視覺顯示工作區反射所帶來的不便，此裝置不得放置在直接視野內。

警告：

此設備須由訓練有素的人員安裝或維修，訓練有素的人員定義於 NEC、IEC 62368-1 & IEC 60950-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備的存取是使用工具、鎖鑰或其他安全方法進行，而且受到該位置的負責單位所控制。

重要事項：伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
 - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
 - 確認電源線是正確的類型。
若要檢視可供伺服器使用的電源線：
 - a. 請造訪：
<http://dsc.lenovo.com/#/>
 - b. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（接單組裝）。
 - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
 - d. 按一下 **Power**（電源）→ **Power Cables**（電源線）以查看所有電源線。
 - 確定絕緣體未破損或磨損。

3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癥狀。
5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。

第 1 章 簡介

ThinkSystem ST650 V3 伺服器 (機型 7D7A 和 7D7B) 是專為提升各種 IT 工作量的效能和擴充能力而設計的 4U 直立式伺服器。利用模組化的設計方式，即可彈性地自訂伺服器，透過可選取的輸入/輸出選配產品及分層式系統管理，獲得最大的儲存容量或很高的儲存密度。

附註：在中國大陸，不使用 ThinkSystem ST650 V3 型號名稱。而是使用 ThinkSystem ST658 V3 作為品牌名稱。



功能

設計伺服器時，效能、易用性、可靠性和擴充能力都是重要的考慮因素。這些設計功能不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需求。

您的伺服器實作下列功能和技術：

- **Features on Demand**

如果伺服器或伺服器中已安裝的選配裝置中已整合 Features on Demand 功能，您可以購買啟動金鑰來啟動該功能。如需 Features on Demand 的相關資訊，請參閱：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。如需 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的其他資訊，請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

在不同的版本中，Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 伺服器硬體的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 將多種管理功能合併在伺服器主機板（主機板組件）上的單一晶片上。Lenovo XClarity Controller 特有的一些功能包括加強的效能、更高解析度的遠端視訊，以及擴充安全性的選配產品。

- **符合 UEFI 標準的伺服器韌體**

Lenovo ThinkSystem 韌體符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 標準。UEFI 取代 BIOS，並定義作業系統、平台韌體與外部裝置之間的標準介面。

Lenovo ThinkSystem 伺服器能夠啟動符合 UEFI 標準的作業系統、BIOS 型作業系統，以及 BIOS 型配接卡和符合 UEFI 標準的配接卡。

附註：伺服器不支援磁碟作業系統 (DOS)。

- **Active Memory**

Active Memory 特性透過記憶體鏡映來提高記憶體的可靠性。記憶體鏡映模式會同時在兩個通道內的兩對 DIMM 上抄寫及儲存資料。如果發生故障，記憶體控制器會從主要記憶體 DIMM 對組切換至備用 DIMM 對組。

- **超大系統記憶體容量**

伺服器支援具有錯誤更正碼 (ECC) 的同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 暫存式雙排直插式記憶體模組 (DIMM)。如需特定類型及記憶體數量上限的相關資訊，請參閱第 5 頁「技術規格」。

- **整合式網路支援**

此伺服器配備具 RJ-45 接頭的整合式 1 埠 Gigabit 乙太網路控制器，它支援 1000 Mbps 的網路連線。

- **大型資料儲存容量和熱抽換功能**

部分伺服器型號支援最多三十二個 2.5 吋熱抽換硬碟，或十六個 3.5 吋熱抽換硬碟。

透過熱抽換功能，即可在不關閉伺服器的情況下，新增、卸下或更換硬碟。

- **Lightpath 診斷**

Lightpath 診斷提供 LED，協助您診斷問題。如需 Lightpath 診斷的相關資訊，請參閱第 30 頁「系統 LED 和診斷顯示器」。

- **Lenovo 支援中心資訊網站的行動存取**

伺服器會在伺服器蓋板內側的系統服務標籤上提供 QR 代碼，供您使用行動裝置與 QR 代碼讀取應用程式來掃描 QR 代碼，以快速存取 Lenovo 支援中心資訊網站。Lenovo 支援中心資訊網站有提供零件安裝的相關資訊、更換影片，以及用於伺服器支援的錯誤碼。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是針對資料中心設計的電源和溫度管理解決方案。您可以使用 Lenovo XClarity Energy Manager 監視及管理 Converged、NeXtScale、System x 和 ThinkServer 伺服器的耗電量和溫度，並改善能源效率。

- **備援網路連線**

Lenovo XClarity Controller 在已安裝適用應用程式的情況下，可提供備援乙太網路連線的故障遷移功能。如果主要乙太網路連線發生問題，則與主要連線相關聯的所有乙太網路資料流量都會自動切換到選配的備援乙太網路連線。若安裝了適用的裝置驅動程式，則進行切換時不會發生資料遺失，且無需使用者介入。

- **備用冷卻和電源功能**

伺服器最多支援四個熱抽換風扇及兩個熱抽換電源供應器。如果其中一個風扇發生故障，伺服器中雙轉子風扇的備用散熱功能可讓伺服器持續運作。

- **ThinkSystem RAID 支援**

ThinkSystem RAID 配接卡提供硬體獨立磁碟備用陣列 (RAID) 支援以建立配置。標準 RAID 配接卡提供 RAID 層次 0 和 1。您可以購買選配 RAID 配接卡。

Tech 提示

Lenovo 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決伺服器可能遇到的問題。這些 Tech 提示（也稱為 RETAIN 提示或服務公告）提供了解決伺服器操作問題的程序。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。

2. 按一下導覽窗格中的 **How To's (產品問題及解決方式)** 。
 3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type (文章類型) → Solution (解決方案)** 。
- 遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

安全性諮詢

Lenovo 致力開發遵守最高安全性標準的產品和服務，以保護我們的客戶及其資料。當有潛在漏洞報告時，Lenovo Product Security Incident Response Team (PSIRT) 會負責調查並提供資訊給我們的客戶，讓他們能夠在我們設法提供解決方案時，準備好風險降低計劃。

您可以在下列網站找到最新的諮詢清單：

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

規格

伺服器的功能和規格的摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

請參閱下表以瞭解規格類別和每個類別的內容。

規格類別	技術規格	機械規格	環境規格
內容	<ul style="list-style-type: none">• 第 5 頁 「處理器」• 第 5 頁 「記憶體」• 第 5 頁 「M.2 硬碟」• 第 6 頁 「儲存體擴充」• 第 6 頁 「擴充槽」• 第 6 頁 「繪圖處理器 (GPU)」• 第 7 頁 「整合式功能和 I/O 接頭」• 第 7 頁 「網路」• 第 7 頁 「背面按鈕」• 第 7 頁 「儲存體控制器」• 第 8 頁 「系統風扇」• 第 8 頁 「電源輸入」• 第 9 頁 「除錯的最低配置」• 第 9 頁 「作業系統」	<ul style="list-style-type: none">• 尺寸• 重量	<ul style="list-style-type: none">• 第 11 頁 「噪音排放」• 第 11 頁 「環境溫度管理」• 第 13 頁 「環境」

技術規格

伺服器的技術規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

處理器

處理器
<p>此伺服器支援最多兩個 Intel® Xeon® 系列多核心處理器，具有整合式記憶體控制器和 Ultra Path Interconnect (UPI)。</p> <ul style="list-style-type: none">• 專為 LGA 4677 插座而設計• 最多可擴充為每個插座 32 核心• 最多支援 3 個 UPI 鏈結，速率 16 GTS• 支援高達 250W 的 TDP <p>如需支援的處理器清單，請參閱 https://serverproven.lenovo.com。</p>

記憶體

記憶體
<p>重要事項： 如需記憶體配置和設定的詳細資訊，請參閱第 44 頁「記憶體模組安裝規則和順序」。</p> <ul style="list-style-type: none">• 容量<ul style="list-style-type: none">— 最小：16 GB— 最大：<ul style="list-style-type: none">— RDIMM：2 TB— 3DS RDIMM：4 TB• 記憶體模組類型：<ul style="list-style-type: none">— 雙倍資料傳輸率 5 (TruDDR5) 4800 MT/s 暫存式 DIMM (RDIMM) 或 3DS RDIMM• 容量：<ul style="list-style-type: none">— RDIMM：16 GB、32 GB 和 64 GB— 3DS RDIMM：128 GB• 插槽：32 個 DIMM 插槽 <p>如需支援的記憶體模組清單，請參閱 https://serverproven.lenovo.com。</p>

M.2 硬碟

M.2 硬碟
<p>伺服器支援最多兩個具有以下硬碟尺寸外型的 M.2 SATA/NVMe 硬碟：</p> <ul style="list-style-type: none">• 42 公釐 (2242)• 60 公釐 (2260)• 80 公釐 (2280)• 110 公釐 (22110) <p>伺服器支援以下 M.2 硬碟容量：</p> <ul style="list-style-type: none">• 128 GB• 240 GB• 480 GB• 960 GB <p>附註：伺服器中安裝的所有 M.2 硬碟其類型和容量必須相同。</p> <p>如需受支援 M.2 硬碟的清單，請參閱 https://serverproven.lenovo.com。</p>

儲存體擴充

儲存體擴充

伺服器支援下列儲存體配置：

- 2.5 吋熱抽換硬碟配置
 - 最多三十二個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟
 - 最多二十四個 2.5 吋 NVMe 硬碟
 - 最多二十四個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟和八個 2.5 吋 NVMe 硬碟
- 3.5 吋熱抽換硬碟配置
 - 最多十六個 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟
 - 最多十二個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟和四個 3.5 吋 NVMe 硬碟
- 一個光碟機槽支援下列其中一種：
 - 一個光碟機 (ODD)
 - 一個磁帶機 (RDX 或 LTO)

附註：

- 如需不同伺服器配置下的儲存體限制詳細資訊，請參閱第 86 頁「系統風扇的技術規則」。
- 要安裝 LTO 磁帶機時，應安裝下列其中一種 HBA：
 - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

如需支援的硬碟清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

擴充槽

擴充槽

提供九個 PCIe 擴充槽：

- 插槽 1：PCIe Gen 5 x16，75W，FH/FL
- 插槽 2：PCIe Gen 5 x8（開口），75W，FH/FL
- 插槽 3：PCIe Gen 5 x16，75W，FH/FL
- 插槽 4：PCIe Gen 5 x8（開口），75W，FH/FL
- 插槽 5：PCIe Gen 5 x16，75W，FH/FL
- 插槽 6：PCIe Gen 4 x8（開口），75W，FH/FL
- 插槽 7：PCIe Gen 4 x16，75W，FH/FL
- 插槽 8：PCIe Gen 4 x8（開口），75W，FH/FL
- 插槽 9：PCIe Gen 4 x8（開口），75W，FH/HL

附註：

- ThinkSystem ST650 V3 中的插槽 2、4、6、8 和 9 是開端式設計，這表示該插槽可接受邊緣接頭長度超過插槽接頭實體長度的配接卡。例如，如果將 x16 配接卡安裝在伺服器的 x8 插槽 2，則邊緣接頭有一半不會連接到插槽。該配接卡仍可運作，但效能會受到影響。
- 如需 PCIe 插槽的技術規則詳細資訊，請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
- 如需受支援 PCIe 配接卡的相關資訊，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

繪圖處理器 (GPU)

繪圖處理器 (GPU)

伺服器支援下列 GPU 配置：

- 已安裝一個處理器：
 - 最多兩個 PCIe x16，DW/FH/FL，主動 GPU 配接卡
 - 最多兩個 PCIe x8，SG/HH/HL，被動 GPU 配接卡
- 已安裝兩個處理器：
 - 最多四個 PCIe x16，雙倍寬，FH/FL，主動 GPU
 - 最多八個 PCIe x8，單倍寬，HH/HL，被動 GPU

附註：

繪圖處理器 (GPU)

- 如需關於 GPU 安裝的技術規則詳細資訊，請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。
- 如需支援的 GPU 配接卡清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

整合式功能和 I/O 接頭

整合式功能和 I/O 接頭

- Lenovo XClarity Controller (XCC)，提供服務處理器控制及監視功能、視訊控制器，以及遠端鍵盤、顯示器、滑鼠和遠端硬碟功能。
 - 伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。如需 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的其他資訊，請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 前方面板
 - 一個 USB 2.0 接頭 (配備 Lenovo XClarity Controller 2 管理)
 - 一個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭
- 後方面板
 - 一個外部 LCD 診斷手持裝置接頭
 - 四個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭
 - 兩個 10GbE 接頭
 - 一個 VGA 接頭
 - 一個序列埠模組插槽
 - 一個 XClarity Controller 2 網路接頭 (RJ-45 乙太網路接頭)

網路

網路

- 兩個 10GbE 接頭
- 一個 XClarity Controller 2 網路接頭 (RJ-45 乙太網路接頭)

背面按鈕

背面按鈕

NMI 按鈕

儲存體控制器

儲存體控制器

內部配接卡/HBA

- ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 內部配接卡 (CFF)
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb 內部 HBA (CFF)
- ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 內部配接卡
- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 內部配接卡
- ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 內部配接卡

HBA

- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

RAID 配接卡

儲存體控制器

- RAID 層級 0、1、10、5
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 配接卡
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb 配接卡
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 配接卡
- RAID 層級 0、1、10、5、6
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)
 - ThinkSystem RAID 940-32i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)

軟體 RAID

- 機載 SATA 軟體 RAID
- Intel VROC NVMe RAID
 - VROC Standard 需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0、1 和 10
 - VROC Premium 需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0、1、5 和 10。如需取得和安裝啟動金鑰的相關資訊，請參閱 <https://fod.lenovo.com/lkms>。

附註：

- 如需 PCIe 插槽的技術規則詳細資訊，請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
- 如需受支援 HBA/RAID 配接卡的相關資訊，請參閱 [Lenovo ThinkSystem RAID 配接卡和 HBA 參考](#)。

系統風扇

系統風扇

伺服器支援最多四個熱抽換風扇：

- 9238 單轉子熱抽換風扇
- 9256 雙轉子熱抽換風扇

附註：

- 單轉子熱抽換風扇不能與雙轉子熱抽換風扇混用。
- 當系統電源關閉但仍插入 AC 電源時，插槽 4 中的風扇可能會以降低許多的速度繼續旋轉。此種系統設計是為了提供正常散熱。
- 如需關於風扇安裝的技術規則詳細資訊，請參閱第 86 頁「系統風扇的技術規則」。

電源輸入

電源輸入

此伺服器支援最多兩個具有 1+1 備援的 CFF V4 電源供應器。以下是支援類型的清單：

- 750 瓦特白金牌
- 1100 瓦特白金牌
- 1100 瓦特鈦金牌
- 1800 瓦特白金牌
- 1800 瓦特鈦金牌
- 2600 瓦特鈦金牌

附註：

- 100V+ 只允許使用在：
 - 750 瓦特白金牌

電源輸入

- 1100 瓦特白金牌
- 只有以下電源供應器才允許使用 200V+：
 - 750 瓦特白金牌
 - 1100 瓦特白金牌
 - 1100 瓦特鈦金牌
 - 1800 瓦特白金牌
 - 1800 瓦特鈦金牌
 - 2600 瓦特鈦金牌

重要事項：所有要安裝的電源供應器必須具有相同的功率額定值、瓦特數或等級。

警告：

- 只有中國大陸才支援 240 V DC 輸入（輸入範圍：180–300 V DC）。
- 240 V DC 輸入的電源供應器不支援熱插拔電源線功能。若要拔除電源線，請確定已關閉伺服器或已斷開斷路器面板上的 DC 電源。
- 為便於 ThinkSystem 產品在 DC 或 AC 電源環境下皆能正常運作，需有或須安裝符合 60364-1 IEC 2005 標準的 TN-S 接地系統。

除錯的最低配置

除錯的最低配置

- 一個處理器，位於處理器插座 1 中（處理器 TDP 小於 200 瓦特）
- DIMM 插槽 10 中有一個 DRAM DIMM
- PSU 插槽 1 中有一個電源供應器
- 一個配備 RAID 配接卡和背板的硬碟（如果需要作業系統進行偵錯）
- 風扇插槽 1、2 和 4 中有三個單轉子風扇，風扇插槽 3 中有一個風扇填充板

作業系統

作業系統

支援且已認證的作業系統：

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

參考：

- 可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- OS 部署指示，請參閱第 270 頁「部署作業系統」。

機械規格

伺服器的機械規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

尺寸

4U 伺服器

- 高度：
 - 不含腳架：448 公釐 (17.64 吋)
 - 含腳架：461.4 公釐 (18.17 吋)
- 寬度：
 - 不含腳架：174.2 公釐 (6.86 吋)
 - 含腳架：247.4 公釐 (9.74 吋)
- 深度：
 - 不含安全門：710.8 公釐 (27.98 吋)
 - 含安全門：733.8 公釐 (28.89 吋)

重量

- 2.5 吋硬碟配置
 - 最大：40.21 公斤 (88.647 磅)
- 3.5 吋硬碟配置
 - 最大：42.735 公斤 (94.214 磅)

環境規格

伺服器的環境規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

噪音排放

噪音排放
<p>伺服器具有以下噪音排放聲明：</p> <ul style="list-style-type: none">• 聲音功率位準 (L_{WA})<ul style="list-style-type: none">— 閒置：<ul style="list-style-type: none">— 最低：5.2 貝耳— 一般：5.8 貝耳— GPU：6.4 貝耳— 儲存體：6.4 貝耳— 操作：<ul style="list-style-type: none">— 最低：5.2 貝耳— 一般：5.8 貝耳— GPU：7.6 貝耳— 儲存體：7.2 貝耳• 聲壓等級 (L_{pAm})：<ul style="list-style-type: none">— 閒置：<ul style="list-style-type: none">— 最小：37 dBA— 一般：41 dBA— GPU：48 dBA— 儲存體：48 dBA— 操作：<ul style="list-style-type: none">— 最小：37 dBA— 一般：41 dBA— GPU：59 dBA— 儲存體：56 dBA <p>附註：</p> <ul style="list-style-type: none">• 這些聲音等級是根據 ISO7779 指定的程序，在受控制的聲音環境中測量，並且根據 ISO 9296 提出報告。• 所宣稱的噪音程度是基於下列配置，因而可能視配置/條件而有變更：<ul style="list-style-type: none">— 最低配置：1x 125W CPU、4x 16GB RDIMM、4x 3.5 吋 SAS HDD、SW RAID、2x 機載 10GB LAN 埠、1x 750W PSU— 一般配置：2x 150W CPU、4x 32GB RDIMM、8x 3.5 吋 SAS HDD、RAID 940-8i、2x 機載 10GB LAN 埠、2x 750W PSU— GPU 豐富配置：2x 150W CPU、32x 64GB RDIMM、8x 3.5 吋 SAS HDD、1xRAID 940-8i、2x 機載 10GB LAN 埠、8x NVIDIA A2 GPU、2x 1800W PSU— 儲存體豐富配置：2x 195W CPU、32x 64GB RDIMM、32x 2.5 吋 SAS HDD、2x RAID 940-16i、2x 機載 10GB LAN 埠、2x 1800W PSU• 政府法規（如 OSHA 或「歐洲共同體法令」規定的法規）可能會控管工作區內發出的噪音程度，因此可能適用於您及您的伺服器安裝。安裝中的實際聲壓等級取決於多種因素，其中包括安裝中的機架數；房間的大小、材料及配置；其他設備發出的噪音程度；室內環境溫度及員工相對於設備的所處位置。此外，是否符合此類政府法規的要求，取決於其他多種因素，其中包括員工處於噪音環境中的持續時間，以及員工是否戴聽力保護器。Lenovo 建議您諮詢此領域的合格專家，以判斷您是否符合適用法規的要求。

環境溫度管理

環境溫度管理
<p>重要事項： 當環境溫度高於支援的溫度時，伺服器將關機。在環境溫度回到支援的溫度範圍內之前，伺服器不會再次開啟電源。</p> <p>安裝特定元件時，調整環境溫度。</p> <ul style="list-style-type: none">• 安裝以下其中一個或以上的元件時，環境溫度應保持在 45 ° C 或更低的溫度。<ul style="list-style-type: none">— TDP 最高 125 瓦特的處理器— 三十二個容量小於 32 GB 的 RDIMM

環境溫度管理

- 最多兩個硬碟背板（僅支援 SATA SSD 硬碟）
- PCIe 配接卡：^{*1}
 - ThinkSystem Broadcom 5719 1Gb 4 埠 RJ45 PCIe 乙太網路配接卡
 - ThinkSystem Intel I350-T4 1Gb 4 埠 RJ45 PCIe 乙太網路配接卡
- 安裝以下其中一個或以上的元件時，環境溫度應保持在 **40 ° C** 或更低的溫度。
 - TDP 最高 150 瓦特的處理器
 - 三十二個容量小於 32 GB 的 RDIMM
 - 最多兩個硬碟背板（僅支援 SATA SSD 和 SATA HDD 硬碟）
 - PCIe 配接卡：^{*1}
 - ThinkSystem Broadcom 5719 1Gb 4 埠 RJ45 PCIe 乙太網路配接卡
 - ThinkSystem Intel I350-T4 1Gb 4 埠 RJ45 PCIe 乙太網路配接卡
- 安裝以下其中一個或以上的元件時，環境溫度應保持在 **35 ° C** 或更低的溫度。
 - TDP 最高 195 瓦特的處理器
 - 三十二個容量小於 64 GB 的暫存式 RDIMM
 - 最多四個硬碟背板
 - ODD/磁帶機（視伺服器型號而定）
 - PCIe 配接卡：^{*1}
 - 重定時器
 - HBA/RAID 配接卡
 - 乙太網路配接卡
 - NIC 配接卡
- 在以下任一情況下，將環境溫度保持在 **30 ° C** 或更低的溫度。

<ul style="list-style-type: none">— TDP 最高 250 瓦特的處理器— 三十二個容量小於 128 GB 的暫存式 RDIMM— 最多兩個硬碟背板— ODD/磁帶機（視伺服器型號而定）— PCIe 配接卡：^{*1}<ul style="list-style-type: none">— 重定時器— HBA/RAID 配接卡— 乙太網路配接卡— NIC 配接卡— GPU 配接卡^{*1}
--

<ul style="list-style-type: none">— TDP 最高 195 瓦特的處理器— 三十二個容量小於 64 GB 的暫存式 RDIMM— 最多四個硬碟背板— ODD/磁帶機（視伺服器型號而定）— PCIe 配接卡：^{*1}<ul style="list-style-type: none">— 重定時器— HBA/RAID 配接卡— 乙太網路配接卡— NIC 配接卡— A2/L4 GPU 配接卡^{*1}

- 在以下任一情況下，將環境溫度保持在 **25 ° C** 或更低的溫度。

<ul style="list-style-type: none">— TDP 最高 250 瓦特的處理器— 三十二個容量小於 128 GB 的暫存式 RDIMM— 最多兩個硬碟背板— ODD/磁帶機（視伺服器型號而定）— PCIe 配接卡：^{*1}<ul style="list-style-type: none">— 重定時器— HBA/RAID 配接卡— 乙太網路配接卡— NIC 配接卡— GPU 配接卡^{*1}
--

<ul style="list-style-type: none">— TDP 最高 250 瓦特的處理器— 三十二個容量小於 64 GB 的暫存式 RDIMM— 最多四個硬碟背板— ODD/磁帶機（視伺服器型號而定）— PCIe 配接卡：^{*1}<ul style="list-style-type: none">— 重定時器— HBA/RAID 配接卡— 乙太網路配接卡— NIC 配接卡— A2/L4 GPU 配接卡^{*1}

附註：

1. * 如需受支援 PCIe 配接卡和 GPU 配接卡的相關資訊，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。
2. 如需不同伺服器配置下的儲存體限制詳細資訊，請參閱第 86 頁「系統風扇的技術規則」。

環境

環境
<p>ThinkSystem ST650 V3 符合 ASHRAE A2 級規格。視硬體配置而定，某些型號符合 ASHRAE A3 與 A4 級規格。當作業溫度超出 ASHRAE A2 規格時，系統效能可能會受到影響。</p> <ul style="list-style-type: none">• 氣溫：<ul style="list-style-type: none">— 操作<ul style="list-style-type: none">— ASHRAE A2 級：10 ° C 到 35 ° C (50 ° F 到 95 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 300 公尺 (984 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。— ASHRAE A3 級：5 ° C 到 40 ° C (41 ° F 到 104 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 175 公尺 (574 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。— ASHRAE A4 級：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 125 公尺 (410 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。— 伺服器關閉時：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)— 裝運/儲存：-40 ° C 到 60 ° C (-40 ° F 到 140 ° F)• 高度上限：3050 公尺 (10,000 英尺)• 相對濕度 (非凝結)：<ul style="list-style-type: none">— 操作<ul style="list-style-type: none">— ASHRAE A2 級：8% 到 80%；最高露點：21 ° C (70 ° F)— ASHRAE A3 級：8% 到 85%；最高露點：24 ° C (75 ° F)— ASHRAE A4 級：8% 到 90%；最高露點：24 ° C (75 ° F)— 裝運/儲存：8% 到 90%• 微粒污染 <p>注意：空中傳播的微粒和反應氣體，也許是單獨運作，也許是與其他環境因素 (如濕度或溫度) 結合起來，有可能為伺服器帶來風險。如需微粒與氣體之限制的相關資訊，請參閱第 13 頁「微粒污染」。</p> <p>附註：伺服器專為標準資料中心環境而設計，建議放置在工業資料中心。</p>

微粒污染

注意：空氣中的微粒 (包括金屬碎屑或微粒)，以及單獨起作用或結合其他環境因素 (例如濕度或溫度) 而起作用的反應性氣體，可能會對本文件中所說明的裝置造成危險。

由於過度密集的微粒或過高濃度的有害氣體所引發的危險，其所造成的損壞包括可能導致裝置故障或完全停止運作。此規格提出微粒及氣體的限制，以避免這類的損壞。這些限制不得視為或是用來作為明確的限制，因為還有許多其他的因素，如溫度或空氣的溼氣內容，都可能會影響到微粒或是環境的腐蝕性與氣體的傳播。在欠缺本文件提出之特定限制的情況下，您必須實作維護符合人類健康與安全之微粒和氣體層次的實務。如果 Lenovo 判定您環境中的微粒或氣體等級已經對裝置造成損害，Lenovo 可能會在實作適當補救措施以減輕這類環境污染時，視狀況修復或更換裝置或零件。實作這類矯正性測量是客戶的責任。

表格 1. 微粒及氣體的限制

污染	限制
反應氣體	<p>嚴重性等級 G1，根據 ANSI/ISA 71.04-1985¹：</p> <ul style="list-style-type: none">• 銅反應水平應小於每月 200 埃 (Å/月 ~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益)。²• 銀反應水平應小於每月 200 埃 (Å/月 ~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益)。³• 氣體腐蝕性的反應監視必須在機架前方約 5 公分 (2 吋)、離地板四分之一及四分之三框架高度處的空氣入口側，或空氣流速更高的位置進行。
空中傳播的微粒	<p>資料中心必須符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度。</p> <p>對於未配備空調側節能裝置的資料中心，可透過選擇下列其中一種過濾方法來符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度：</p> <ul style="list-style-type: none">• 可透過 MERV 8 過濾器不斷地對電腦機房的空氣進行過濾。• 可透過 MERV 11 或 MERV 13 (首選) 過濾器對進入資料中心的空氣進行過濾。

表格 1. 微粒及氣體的限制 (繼續)

污染	限制
	<p>對於帶空氣側節能裝置的資料中心，如何選擇過濾器來達到 ISO 類別 8 潔淨度，視該資料中心存在的特定條件而定。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 微粒污染的溶解性相對濕度應該高於 60% RH。⁴ • 資料中心內不得有鋅晶鬚。⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985。處理測量及控制系統的環境條件：空氣污染。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² 銅腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Cu₂S 與 Cu₂O 以相等的比例增長。</p> <p>³ 銀腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Ag₂S 是唯一的腐蝕產品。</p> <p>⁴ 微粒污染的溶解性相對濕度是下列情況下的相對濕度：粉塵吸收足夠水分，因而變濕，使離子傳導能力增強。</p> <p>⁵ 表面碎片是從資料中心的 10 個區域隨機收集，該資料中心位在金屬底座上直徑為 1.5 公分的磁碟（導電型黏性磁帶）中。如果使用掃描電子顯微鏡來檢查該黏性磁帶，但沒有發現任何鋅晶鬚，則該資料中心視為不含鋅晶鬚。</p>	

管理選項

本節所述的 XClarity 產品組合及其他系統管理選項可用來幫助您更方便且更有效率地管理伺服器。

概觀

選項	說明
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器 (BMC)</p> <p>將服務處理器功能、超級 I/O、視訊控制器和遠端顯示功能合併到伺服器主機板（主機板組件）上的單一晶片。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 應用程式 • Web GUI 介面 • 行動應用程式 • Redfish API <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/</p>
Lenovo XCC Logger Utility	<p>向本端 OS 系統日誌報告 XCC 事件的應用程式。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 應用程式 <p>用法和下載</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://pubs.lenovo.com/lxccc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxccc-logger-windows/

選項	說明
Lenovo XClarity Administrator	<p>適用於多伺服器管理的集中式介面。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 介面 • 行動應用程式 • REST API <p>用法和下載</p> <p>http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</p>
Lenovo XClarity Essentials 工具組	<p>進行伺服器配置、資料收集和韌體更新所需的可攜式精簡工具組。對單伺服器或多伺服器管理環境都很適合。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI：CLI 應用程式 • Bootable Media Creator：CLI 應用程式、GUI 應用程式 • UpdateXpress：GUI 應用程式 <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>單伺服器中可簡化管理作業的 UEFI 架構內嵌式 GUI 工具。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web 介面 (BMC 遠端存取) • GUI 應用程式 <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</p> <p>重要事項： Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Provisioning Manager 都稱為 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 LXPM 版本，請造訪 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。</p>
Lenovo XClarity Integrator	<p>一系列的應用程式，其中整合了 Lenovo 實體伺服器的管理和監視功能，以及在特定部署基礎架構中使用的軟體，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center，同時可提供額外的工作負載彈性。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUI 應用程式 <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</p>

選項	說明
Lenovo XClarity Energy Manager	可管理和監視伺服器電源及溫度的應用程式。 介面 • Web GUI 介面 用法和下載 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxcm
Lenovo Capacity Planner	支援伺服器或機架耗電量規劃的應用程式。 介面 • Web GUI 介面 用法和下載 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp

功能

選項	功能							
	多系統管理	OS 部署	系統配置	韌體更新 ¹	事件/警示監視	庫存/日誌	電源管理	電源規劃
Lenovo XClarity Controller			√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 工具組	OneCLI	√	√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator		√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress		√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator	√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	
Lenovo XClarity Energy Manager	√				√		√	
Lenovo Capacity Planner								√ ⁸

附註：

1. 可以透過「Lenovo 工具」更新大部分選配產品。部分選配產品（例如 GPU 韌體或 Omni-Path 韌體）需要使用供應商工具。
2. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或**UEFI**，才能使用 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Essentials 或 Lenovo XClarity Controller 更新韌體。
3. 韌體更新僅限於 Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新。不支援選配裝置（例如配接卡）的韌體更新。
4. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或**UEFI**，才能讓詳細的配接卡資訊（例如型號名稱和韌體版本）顯示在 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Controller 或 Lenovo XClarity Essentials 中。
5. 有限的庫存。

6. Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM) 部署檢查支援 Windows 作業系統部署。
7. 僅 Lenovo XClarity Integrator VMware vCenter 適用版支援電源管理功能。
8. 強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。

第 2 章 伺服器元件

本節包含與伺服器相關聯的每個元件的資訊。

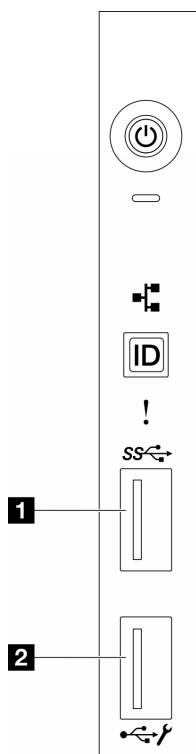
正面圖

本節包含伺服器正面控制元件、LED 和接頭的相關資訊。

附註： 伺服器的正面圖因不同型號的機槽配置而異：

- 第 20 頁 「配備十二個 3.5 吋機槽的伺服器型號」
- 第 21 頁 「配備十六個 3.5 吋機槽的伺服器型號」
- 第 22 頁 「配備三十二個 2.5 吋機槽的伺服器型號」
- 這些不同的型號有相同的正面 I/O 模組。此正面 I/O 模組上的接頭如下所示。如需瞭解正面 I/O 模組上的前方操作面板 LED，請參閱第 275 頁 「前方操作面板 LED」。

正面 I/O 模組上的接頭

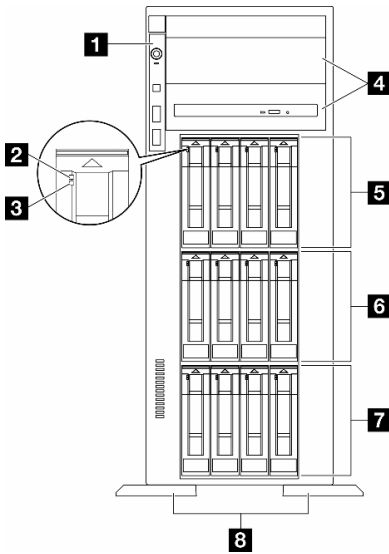


圖例 1. 正面 I/O 模組上的接頭

表格 2. 正面 I/O 模組上的接頭

1 正面 USB 3.1 Gen 1 接頭	2 XCC 系統管理埠 (USB 2.0 接頭)
------------------------------	---------------------------------

配備十二個 3.5 吋機槽的伺服器型號



圖例 2. 配備 12 個 3.5 吋機槽之伺服器型號的正面圖

表格 3. 配備十二個 3.5 吋機槽的伺服器型號元件

1 正面 I/O 模組	5 3.5 吋機槽 8-11
2 硬碟活動 LED (綠色)	6 3.5 吋機槽 4-7
3 硬碟狀態 LED (黃色)	7 3.5 吋機槽 0-3
4 光碟機槽 1-2	8 腳架

1 正面 I/O 模組

如需此正面 I/O 模組上的前方操作面板 LED 的相關資訊，請參閱第 275 頁「前方操作面板 LED」。

2 **3** 硬碟活動 LED (綠色) 和 硬碟狀態 LED (黃色)

如需硬碟 LED 的相關資訊，請參閱第 275 頁「硬碟 LED」。

4 光碟機槽 1-2

視型號而定，伺服器可能隨附安裝在下方 5.25 吋光碟機槽中的光碟機。上方 5.25 吋光碟機槽會用於安裝次要光碟機或磁帶機。部分型號已安裝了次要光碟機或磁帶機。

5 **6** **7** 3.5 吋機槽

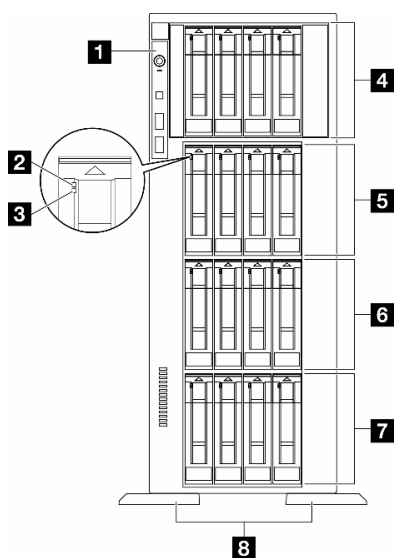
這些機槽用於安裝 3.5 吋硬碟。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

附註：如果是支援 NVMe 硬碟的 3.5 吋機槽型號，最多可在機槽 0-3、4-7 和 8-11 中安裝十二個 NVMe 硬碟。

8 腳架

如果是直立式機型，腳架有助於讓伺服器站穩。

配備十六個 3.5 吋機槽的伺服器型號



圖例 3. 配備十六個 3.5 吋機槽之伺服器型號的正面圖

表格 4. 配備十六個 3.5 吋機槽的伺服器型號元件

1 正面 I/O 模組	5 3.5 吋機槽 8-11
2 硬碟活動 LED (綠色)	6 3.5 吋機槽 4-7
3 硬碟狀態 LED (黃色)	7 3.5 吋機槽 0-3
4 3.5 吋機槽 12-15	8 腳架

1 正面 I/O 模組

如需此正面 I/O 模組上的前方操作面板 LED 的相關資訊，請參閱第 275 頁「前方操作面板 LED」。

2 **3** 硬碟活動 LED (綠色) 和 硬碟狀態 LED (黃色)

如需硬碟 LED 的相關資訊，請參閱第 275 頁「硬碟 LED」。

4 **5** **6** **7** 3.5 吋機槽

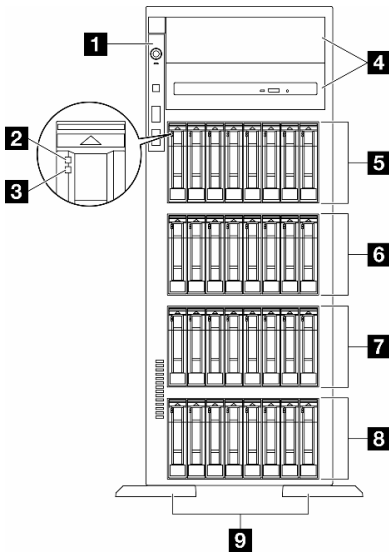
這些機槽用於安裝 3.5 吋硬碟。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

附註：如果是支援 NVMe 硬碟的 3.5 吋機槽型號，最多可在機槽 0-3、4-7、8-11 和 12-15 中安裝十六個 NVMe 硬碟。

8 腳架

如果是直立式機型，腳架有助於讓伺服器站穩。

配備三十二個 2.5 吋機槽的伺服器型號



圖例 4. 配備三十二個 2.5 吋機槽的伺服器型號正面圖

表格 5. 配備三十二個 2.5 吋機槽的伺服器型號元件

1 正面 I/O 模組	6 2.5 吋機槽 16-23
2 硬碟活動 LED (綠色)	7 2.5 吋機槽 8-15
3 硬碟狀態 LED (黃色)	8 2.5 吋機槽 0-7
4 光碟機槽 1-2	9 腳架
5 2.5 吋機槽 24-31	

1 正面 I/O 模組

如需此正面 I/O 模組上的前方操作面板 LED 的相關資訊，請參閱第 275 頁「前方操作面板 LED」。

2 3 硬碟活動 LED (綠色) 和 硬碟狀態 LED (黃色)

如需硬碟 LED 的相關資訊，請參閱第 275 頁「硬碟 LED」。

4 光碟機槽 1-2

視型號而定，伺服器可能隨附安裝在下方 5.25 吋光碟機槽中的光碟機。上方 5.25 吋光碟機槽會用於安裝次要光碟機或磁帶機。部分型號已安裝了次要光碟機或磁帶機。

5 6 7 8 2.5 吋機槽

這些機槽會用於安裝 2.5 吋磁碟機。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

附註：如果是支援 NVMe 硬碟的 2.5 吋機槽型號，最多可在機槽 0-7、8-15 和 16-23 中安裝二十四個 NVMe 硬碟。

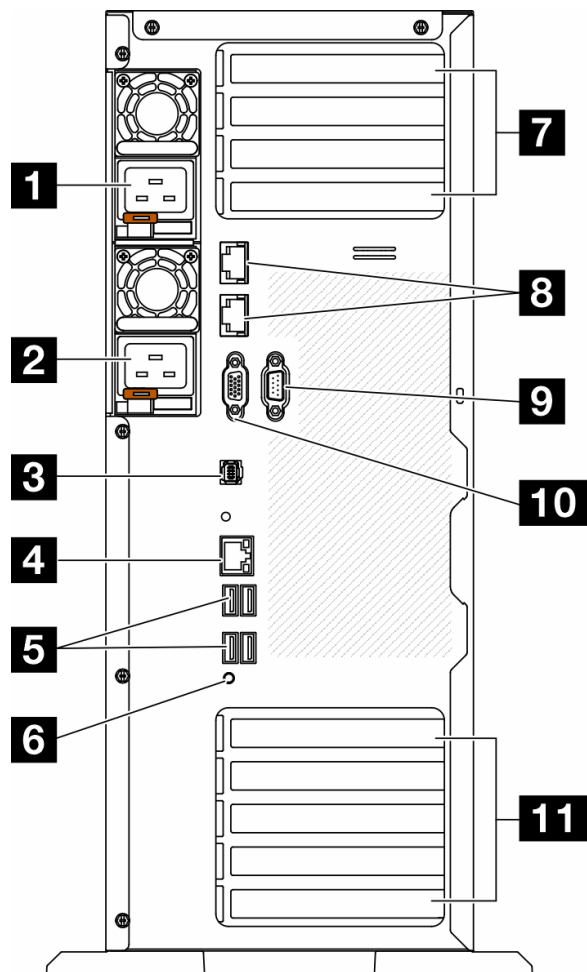
9 腳架

如果是直立式機型，腳架有助於讓伺服器站穩。

背面圖

伺服器背面可供存取數個元件，包括電源供應器、PCIe 配接卡、序列埠和乙太網路埠。

背面圖的元件



圖例 5. 背面圖

表格 6. 背面圖的元件

1 電源供應器 1	7 PCIe 插槽 1-4 (從上到下)
2 電源供應器 2 (選配)	8 10GbE 接頭 (2)
3 外部診斷手持裝置接頭	9 序列埠模組插槽
4 XClarity Controller 網路接頭	10 VGA 接頭
5 四個 USB 3.1 Gen 1 接頭 (4)	11 PCIe 插槽 5-9 (從上到下)
6 NMI 按鈕	

附註：本節列出的是可在背面圖中看到的元件。如需這些元件的 LED 的詳細資訊，請參閱第 277 頁「背面系統 LED」。

1 2 電源供應器

在這些機槽中安裝電源供應器、並將它們連接至電源線。確定已正確地連接電源線。以下是此系統所支援的電源供應器：

- 750 瓦特白金牌
- 1100 瓦特白金牌
- 1100 瓦特鈦金牌
- 1800 瓦特白金牌
- 1800 瓦特鈦金牌
- 2600 瓦特鈦金牌

附註：

- 100V+ 只允許使用在：
 - 750 瓦特白金牌
 - 1100 瓦特白金牌
- 只有以下電源供應器才允許使用 200V+：
 - 750 瓦特白金牌
 - 1100 瓦特白金牌
 - 1100 瓦特鈦金牌
 - 1800 瓦特白金牌
 - 1800 瓦特鈦金牌
 - 2600 瓦特鈦金牌

每個電源供應器的電源線接頭附近都有三個狀態 LED。如需詳細資料，請參閱第 279 頁「電源供應器 LED」。

3 外部診斷手持裝置接頭

在此連接外部診斷手持裝置。如需詳細資料，請參閱第 282 頁「外部診斷手持裝置」。

4 XClarity Controller 網路接頭

用來連接乙太網路纜線以使用 XClarity Controller 管理系統。如需詳細資料，請參閱第 281 頁「XCC 系統管理埠 LED」。

5 USB 3.1 Gen 1 接頭

用來連接需要 USB 2.0 或 3.2 Gen 1 連線的裝置，例如鍵盤、滑鼠或 USB 快閃記憶體隨身碟。

6 NMI 按鈕

按下此按鈕，可對處理器強制執行不可遮罩式岔斷 (NMI)。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。您也可以用它來強制執行藍色畫面記憶體傾出。僅限於在「Lenovo 支援中心」的指示下使用此按鈕。

7 PCIe 插槽 1-4 (從上到下)

在這些插槽中安裝 PCIe 配接卡。

8 10GbE 接頭

此接頭用於連接 10Gb 乙太網路纜線。每個 10GbE 接頭都有兩個狀態 LED，可協助您識別乙太網路連線功能及活動。如需詳細資訊，請參閱第 277 頁「背面系統 LED」。

9 序列埠模組插槽

將 9 插腳序列裝置連接到此接頭。此序列埠是與 XCC 共用。XCC 可以使用 Serial over LAN (SOL) 來控制共用序列埠，以重新導向序列資料流量。

10 VGA 接頭

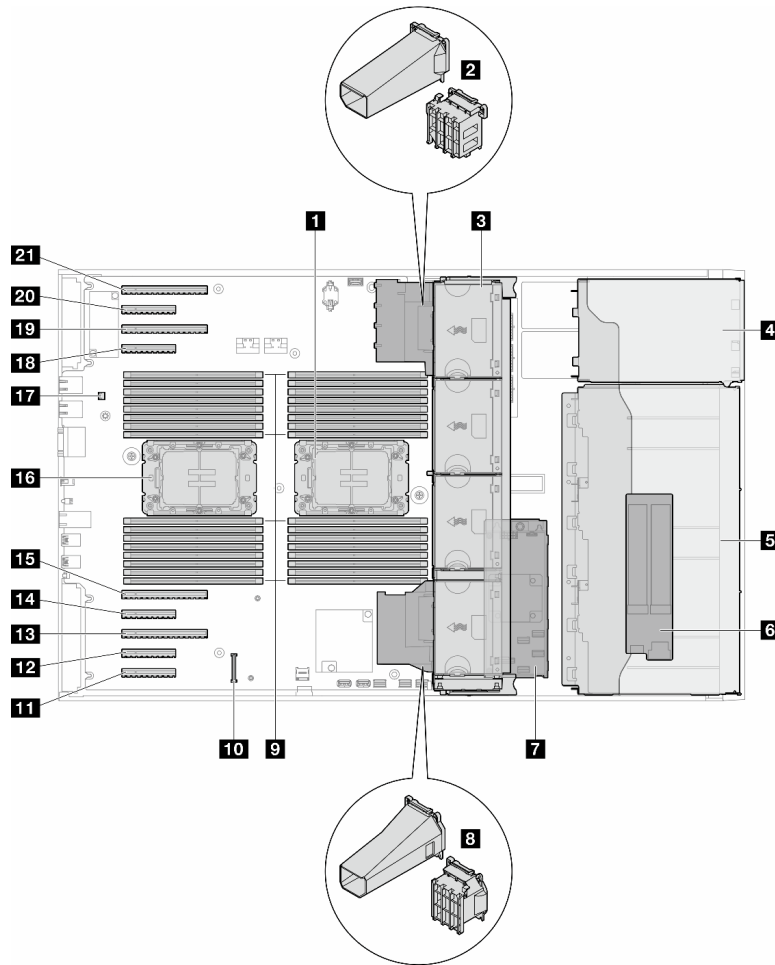
用來連接 VGA 相容視訊裝置，例如 VGA 顯示器。

11 PCIe 插槽 5-9 (從上到下)

在這些插槽中安裝 PCIe 配接卡。

側面圖

請依照本節中的指示找出伺服器側面的元件。



圖例 6. ST650 V3 的側面圖

表格 7. ST650 V3 側面圖的元件

1 處理器 2 和散熱槽	12 PCIe 插槽 8
2 PCIe 配接卡匣或 A2/L4 GPU 空氣導管，上方 ¹	13 PCIe 插槽 7
3 風扇 4、風扇 3、風扇 2、風扇 1 (從上到下)	14 PCIe 插槽 6
4 ODD 框架、磁帶機框架或擴充框架的機槽	15 PCIe 插槽 5
5 3.5 吋或 2.5 吋框架 ¹	16 處理器 1 和散熱槽

表格 7. ST650 V3 側面圖的元件 (繼續)

6 M.2 配接卡	17 入侵開關
7 內部 CFF RAID	18 PCIe 插槽 4
8 PCIe 配接卡匣或 A2/L4 GPU 空氣導管，下方 ¹	19 PCIe 插槽 3
9 記憶體模組插槽	20 PCIe 插槽 2
10 韌體和 RoT 安全模組接頭	21 PCIe 插槽 1
11 PCIe 插槽 9	

附註：¹ 圖解顯示某些零件的位置。在某些配置中，可能不會同時支援某些零件。

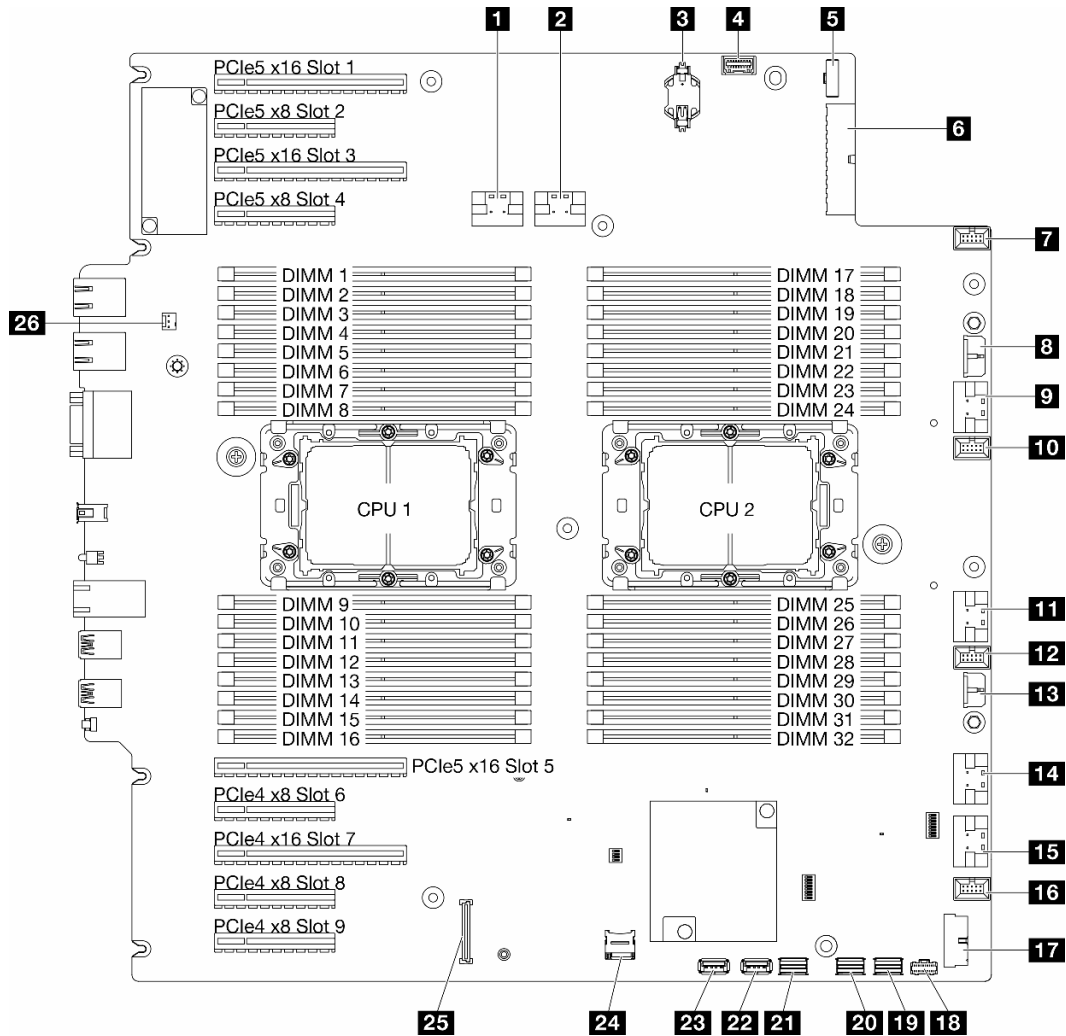
主機板佈置

本節中的圖解提供主機板上可用的接頭、開關和跳接器的相關資訊。

如需主機板上可用 LED 的相關資訊，請參閱第 280 頁「[主機板 LED](#)」。

主機板接頭

下圖顯示主機板上的內部接頭。



圖例 7. 主機板接頭

表格 8. 主機板接頭

1 PCIe 1 接頭	14 PCIe 5 接頭
2 PCIe 2 接頭	15 PCIe 6 接頭
3 CMOS 電池 (CR2032)	16 風扇 1 接頭
4 前方操作面板接頭 ¹	17 正面 USB 接頭 ¹
5 電源配送板信號接頭	18 M.2 電源接頭
6 主機板電源 1 接頭	19 M.2 信號接頭
7 風扇 4 接頭	20 SATA 4-7 接頭
8 CFF RAID 電源接頭	21 SATA 0-3 接頭
9 PCIe 3 接頭	22 內部 USB 2 接頭
10 風扇 3 接頭	23 內部 USB 1 接頭
11 PCIe 4 接頭	24 Micro SD 卡

表格 8. 主機板接頭 (繼續)

12 風扇 2 接頭	25 韌體和 RoT 安全模組接頭
13 主機板電源 2 接頭	26 入侵開關接頭

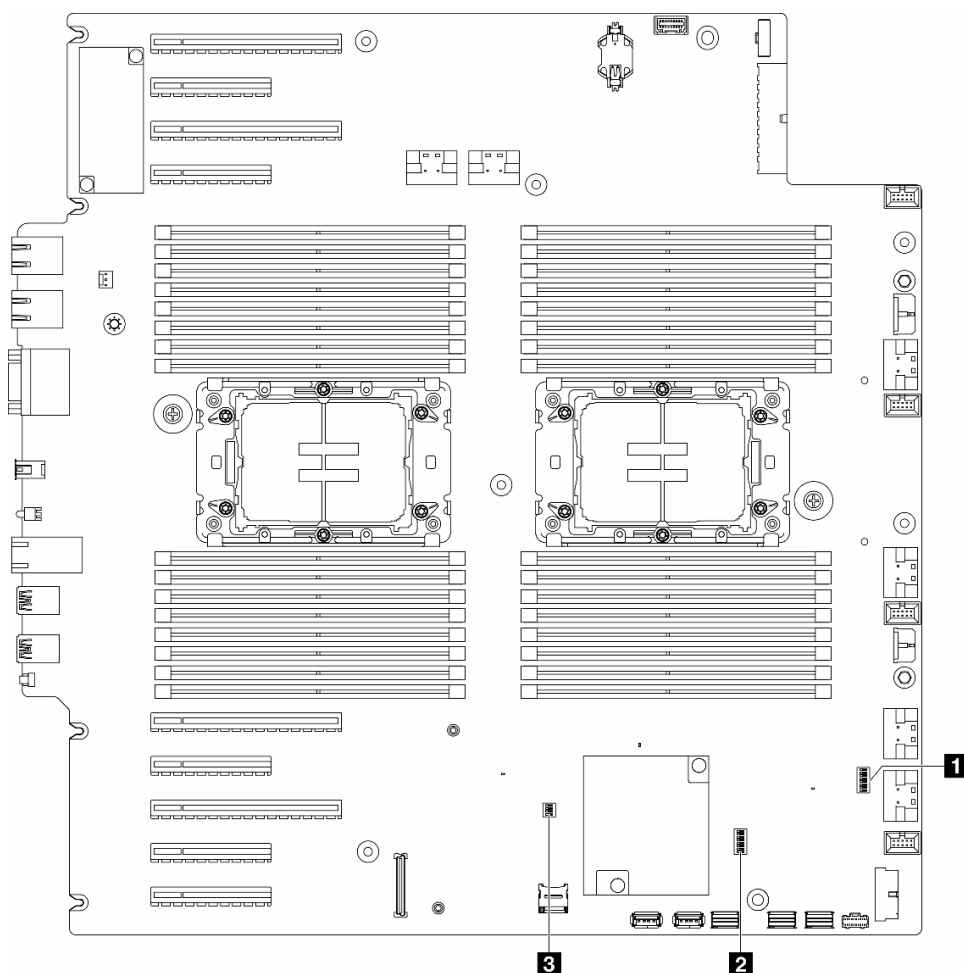
附註：¹ 正面 I/O 模組纜線應連接至這些接頭。

主機板開關

下圖顯示伺服器上開關的位置。

主機板開關的位置

附註：若在開關區塊上面有透明保護貼紙，必須先將它取下並丟棄才能接觸到開關。



圖例 8. 主機板開關

重要事項：

1. 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔下所有電源線和外部纜線。
檢閱下列資訊：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 第 41 頁 「安裝準則」

- 第 43 頁 「處理靜電敏感裝置」
- 第 51 頁 「關閉伺服器電源」

2. 本文件的圖解中未顯示的所有主機板開關或跳接器區塊，皆為保留的開關或跳接器區塊。

表格 9. 主機板開關

1 第 29 頁表格 11 「SW7 開關區塊」	3 第 30 頁表格 12 「SW9 開關區塊」
2 第 29 頁表格 10 「SW6 開關區塊」	

SW6 開關區塊

下表說明主機板上 SW6 開關區塊的功能。

表格 10. 主機板 SW6 開關區塊說明

開關編號	預設位置	說明	定義
1	關閉	ME 安全性置換	將此開關切換至開啟位置時會停用 ME 安全性檢查。
2	關閉	重設即時時鐘 (RTC)	將此開關切換至開啟位置可重設 RTC。僅需短暫切換。為了避免過度消耗 CMOS 電池電量，請勿保留此開關處於開啟位置。
3	關閉	密碼清除	將此開關切換至開啟位置可置換開機密碼。
4	關閉	ME 回復	將這個開關切換至開啟位置可使 ME 開機並進行復原
5	關閉	保留	此開關保留僅供開發之用。將這個開關維持在關閉位置。
6	關閉	MFG 模式	將此開關切換至開啟位置時會啟用韌體 (UEFI/XCC/FPGA) 的 MFG 模式。
7	關閉	保留	此開關保留僅供開發之用。將這個開關維持在關閉位置。
8	關閉	低安全	將此開關切換至開啟位置時，允許已簽署正式 IMM 組建與 IMM 測試已簽署組建之間進行轉換，並略過 IMM 韌體的 CRTM 開機檢查。

SW7 開關區塊

下表說明主機板上 SW7 開關區塊的功能。

表格 11. 主機板 SW7 開關區塊說明

開關編號	預設位置	說明	定義
1	關閉	BMC 開機主要	關閉：XCC 從快閃記憶體區域上半部進行開機。 開啟：XCC 從快閃記憶體區域下半部進行開機。
2	關閉	XCC 強制更新	將此開關切換至開啟位置時會強制 XCC 必須從核心程式碼進行開機。
3	關閉	電源權限置換	將此開關切換至開啟位置時將忽略電源權限，並允許系統開機。
4	關閉	強制 XCC 重設	將此開關切換至開啟位置時會強制 XCC 重設。
5	關閉	序列選取	將此開關切換至開啟位置可透過序列埠存取 BMC。

SW9 開關區塊

下表說明主機板上 SW9 開關區塊的功能。

表格 12. 主機板 SW9 開關區塊說明

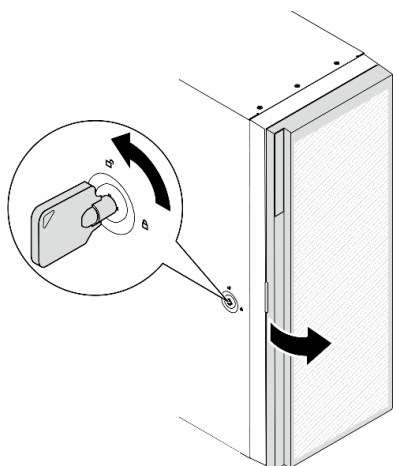
開關編號	預設位置	說明	定義
1	關閉	強制 FPGA 重設	將此開關切換至開啟位置時會強制 FPGA 重設。
2	關閉	強制 BMC CPU 重設	將此開關切換至開啟位置時會強制 BMC 和 CPU 重設。
3	關閉	保留	此開關保留僅供開發之用。將這個開關維持在關閉位置。
4	關閉	保留	此開關保留僅供開發之用。將這個開關維持在關閉位置。

伺服器鎖

鎖住伺服器蓋板可防止他人未經授權存取您伺服器內部及存取已安裝的磁碟機。

伺服器蓋板和安全門鎖

伺服器蓋板和安全門鎖可防止他人未經授權存取您伺服器內部及框架中已安裝的硬碟。您可以將附在伺服器背面的鑰匙取下，然後用它來打開或鎖上伺服器蓋板和伺服器的安全門。



圖例 9. 伺服器蓋板和安全門鎖

系統 LED 和診斷顯示器

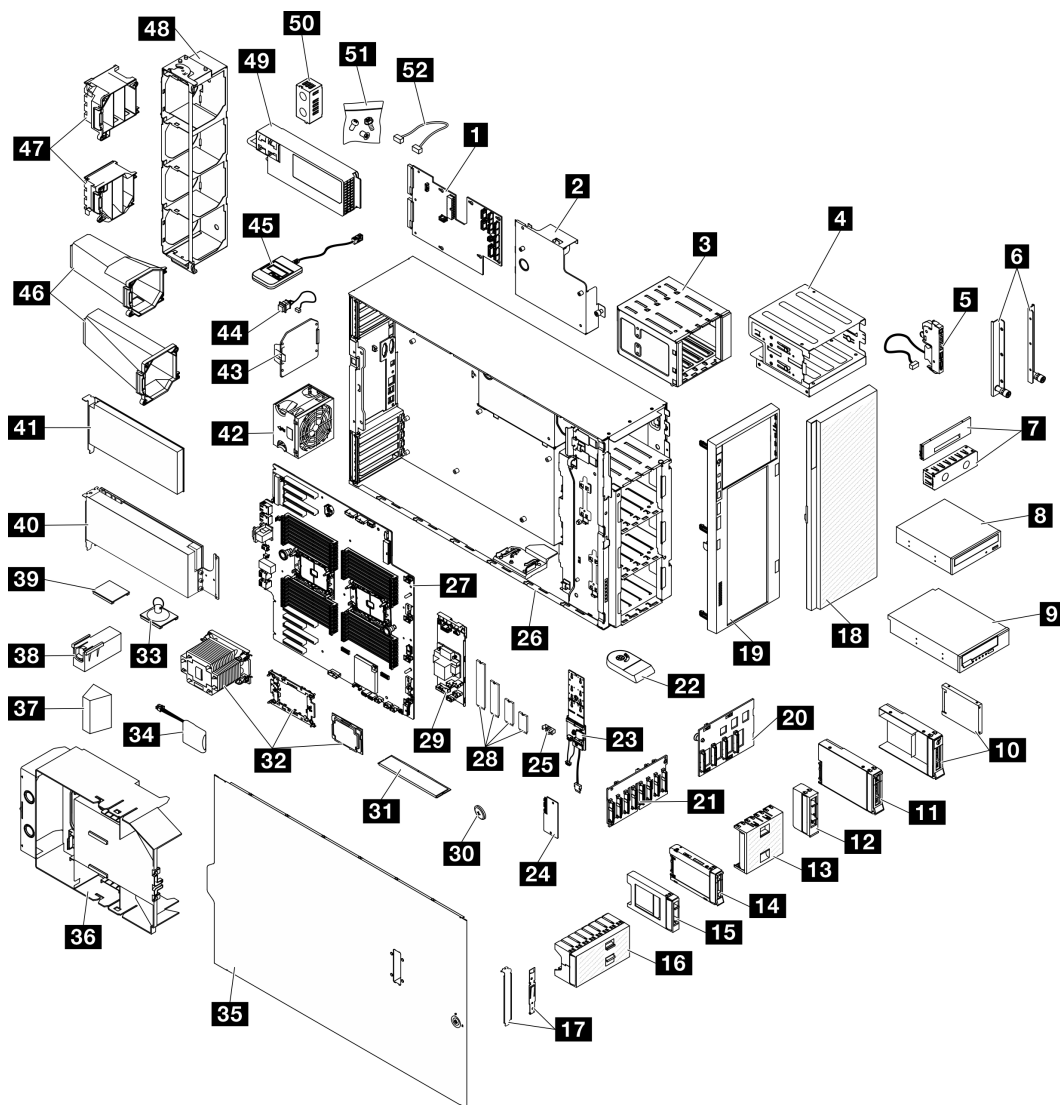
如需可用系統 LED 和診斷顯示器的相關資訊，請參閱下節。

如需相關資訊，請參閱第 275 頁「[透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解](#)」。

第 3 章 零件清單

使用零件清單來識別伺服器中可用的每個元件。

附註：視型號而定，您的伺服器看起來可能與圖例稍有不同。



圖例 10. 伺服器元件

下表列出的零件會列為下面其中一項：

- **層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)：**您必須負責更換層級 1 CRU。如果您在沒有服務合約下，要求 Lenovo 安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **層級 2 客戶可自行更換組件 (CRU)：**您可以自行安裝層級 2 CRU，或要求 Lenovo 免費安裝（但必須符合為您的伺服器指定的保固服務類型）。
- **現場可更換組件 (FRU)：**FRU 只能由受過訓練的維修技術人員來進行安裝。

- **耗材和結構零件：**您必須自行購買及更換耗材和結構零件。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件，則會向您收取服務費用。

表格 13. 零件清單

索引	說明	層級 1 CRU	層級 2 CRU	FRU	耗材零件及結構零件
如需訂購第 31 頁圖例 10 「伺服器元件」中所示之零件的相關資訊：					
http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/parts					
強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。					
1	電源配送板			√	
2	電源配送板蓋板	√			
3	擴充硬碟盒	√			
4	光碟機機盒和 5.25 吋機槽配接卡	√			
5	正面 I/O 模組	√			
6	EIA 托架	√			
7	磁帶/光碟機填充板蓋板和磁帶/光碟機填充板				√
8	5.25 吋光碟機	√			
9	5.25 吋 LTO/RDX 磁帶機	√			
10	配備 2.5 吋轉 3.5 吋硬碟配接器的 2.5 吋硬碟和 3.5 吋硬碟匣	√			
11	3.5 吋熱抽換硬碟	√			
12	3.5 吋儲存硬碟填充板（單槽）				√
13	3.5 吋儲存硬碟填充板（四槽）				√
14	2.5 吋熱抽換硬碟	√			
15	2.5 吋儲存硬碟填充板（單槽）				√
16	2.5 吋儲存硬碟填充板（八槽）				√
17	托架套件 (磁碟機固定器和 PCIe 托架)	√			
18	安全門	√			
19	前方擋板	√			
20	3.5 吋熱抽換硬碟背板	√			
21	2.5 吋熱抽換硬碟背板	√			
22	腳架				√
23	M.2 開機配接卡	√			
24	韌體和 RoT 安全模組			√	
25	M.2 固定夾	√			
26	機箱			√	
27	主機板			√	
28	M.2 硬碟	√			

表格 13. 零件清單 (繼續)

索引	說明	層級 1 CRU	層級 2 CRU	FRU	耗材零件及結構零件
29	內部 CFF RAID 配接卡	√			
30	CMOS 電池 (CR2032)				√
31	記憶體模組	√			
32	PHM 模組 (處理器、散熱槽和支架)			√	
33	吸盤 (用於 NVlink 橋接器)				√
34	快閃記憶體電源模組	√			
35	伺服器蓋板	√			
36	空氣擋板	√			
37	T4 填充板	√			
38	全長 GPU 填充板	√			
39	NVLink 橋接器	√			
40	全長型 GPU 配接卡	√			
41	PCIe 配接卡	√			
42	風扇模組	√			
43	風扇填充板				√
44	入侵開關	√			
45	外部診斷手持裝置	√			
46	A2/L4 GPU 空氣導管	√			
47	全長 PCIe 配接卡匣	√			
48	風扇機盒	√			
49	電源供應器	√			
50	PSU 填充板				√
51	螺絲套件	√			
52	纜線	√			

電源線

有數種電源線可供使用，視伺服器安裝所在的國家和地區而定。

若要檢視可供伺服器使用的電源線：

1. 請造訪：

<http://dsc.lenovo.com/#/>

2. 按一下 **Preconfigured Model (預先配置的型號)** 或 **Configure to order (接單組裝)**。
3. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
4. 按一下 **Power (電源) → Power Cables (電源線)** 以查看所有電源線。

附註：

- 基於安全考量，本產品隨附的電源線附有接地連接頭。為避免電擊，請務必使用此電源線並將其插在適當接地的插座上。
- 在美國及加拿大使用的本產品電源線已列入 Underwriter's Laboratories (UL)，並經由「加拿大標準協會 (CSA)」認證。
- 對於要使用 115 伏特的裝置：請使用通過 UL 及 CSA 認證，並符合下列規格的電線組：至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三芯、最長 15 英尺與扁腳、額定功率 15 安培與 125 伏特的接地連接頭。
- 預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國使用）：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及額定電流 15 安培、額定電壓 250 伏特的串聯片、接地型連接插頭。
- 對於預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國以外地區）：請使用具有接地型連接插頭的電線組。這類電線應通過設備安裝所在國家/地區的安全規範審核。
- 特定國家或地區專用的電源線通常只會在該國家或地區提供。

第 4 章 拆箱和設定

本節中的資訊可協助您拆箱和設定伺服器。拆箱伺服器時，請檢查包裝內的物品是否正確無誤，並瞭解在哪裡可以找到伺服器序號和 Lenovo XClarity Controller 存取的資訊。設定伺服器時，請務必遵循第 37 頁「[伺服器設定核對清單](#)」中的指示。

伺服器套件內容

當您收到伺服器時，請確認裝運箱中包含您預期收到的所有東西。

伺服器套件包含下列項目：

- 伺服器
- 滑軌安裝套件*。套件中提供了安裝手冊。
- 材料包裝盒，其中包含電源線*、配件套件和印刷文件等項目。

附註：

- 所列出的部分項目僅限部分型號提供。
- 標示星號 (*) 的項目為選配。

如果有任何項目遺漏或損壞，請洽詢購買處。請務必保留您的購買證明及包裝材料，日後在要求保固服務時，可能會用到這些資料。

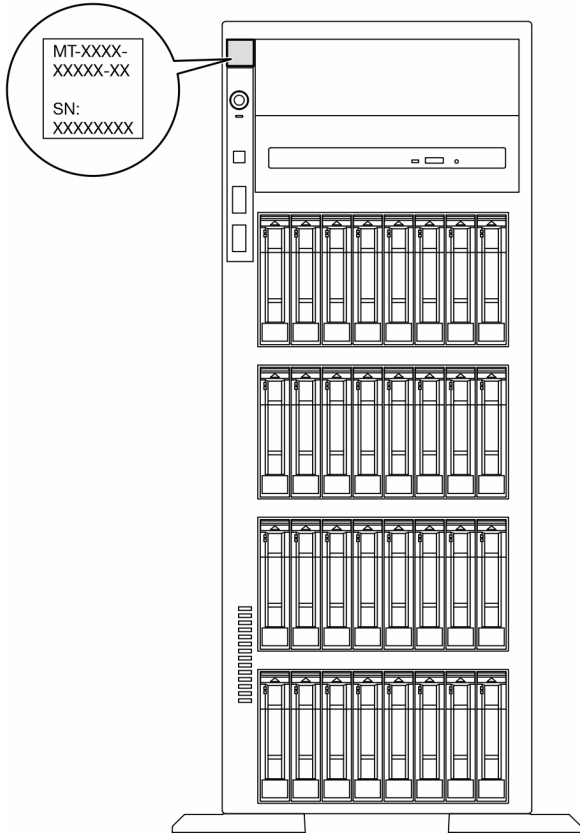
識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller

本節包含如何識別伺服器，以及在這裡找到 Lenovo XClarity Controller 存取資訊的指示。

識別您的伺服器

當您聯絡 Lenovo 請求協助時，機型、型號和序號資訊有助於支援技術人員識別您的伺服器，並提供更快速的服務。

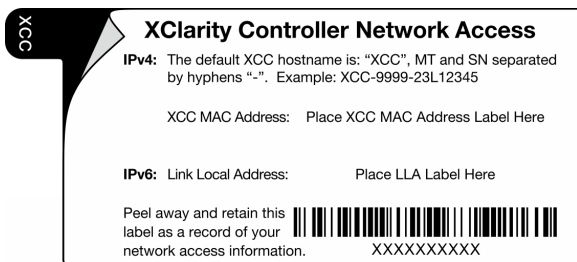
下圖顯示含有伺服器型號、機型和序號的 ID 標籤位置。您也可以將其他系統資訊標籤新增至伺服器正面的客戶標籤空間中。



圖例 11. ID 標籤的位置

Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤

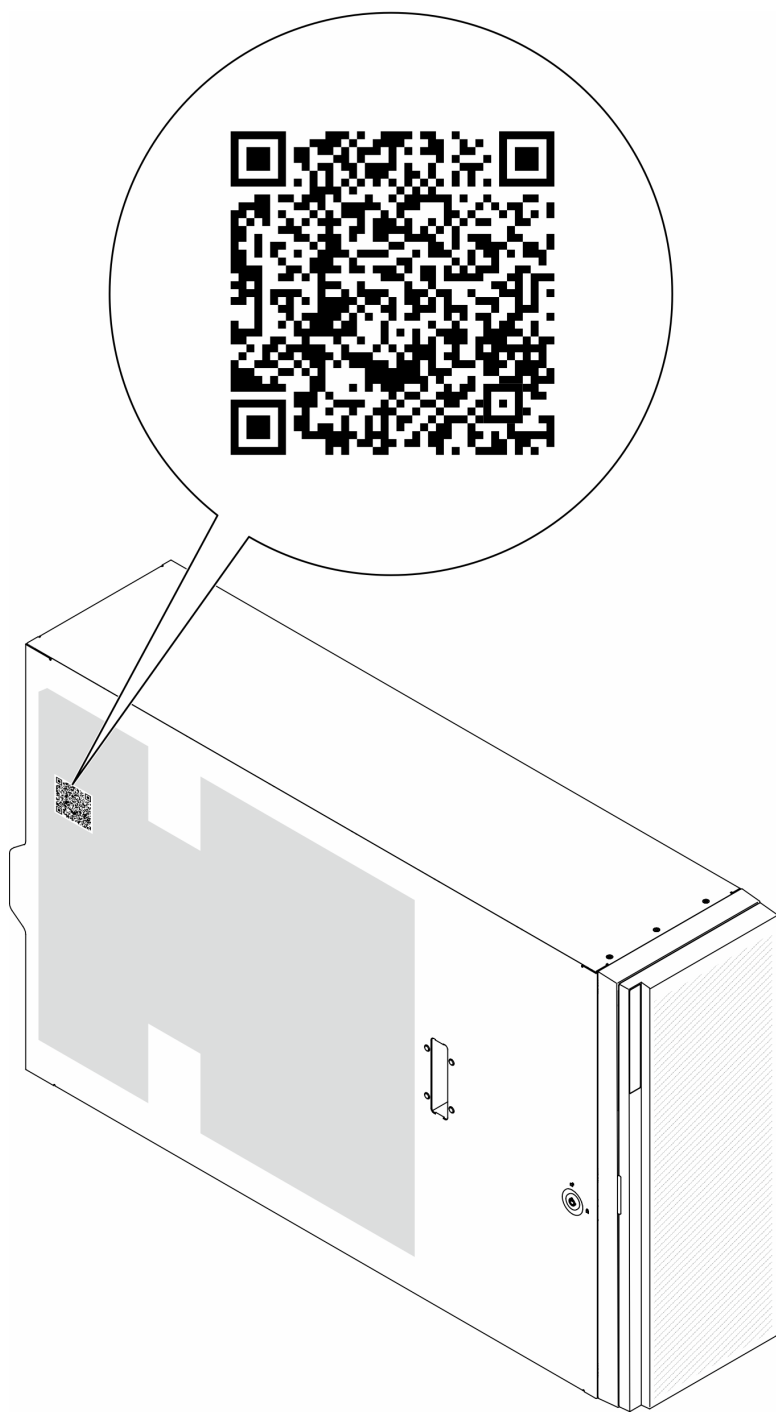
此外，Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤貼在前方擋板上，內含可使用拉動存取的 MAC 位址。



圖例 12. 拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤

服務標籤和 QR 代碼

此外，伺服器蓋板表面則有系統服務標籤，其中提供了行動裝置存取服務資訊的快速回應 (QR) 碼。您可以使用行動裝置的 QR 代碼讀取應用程式來掃描 QR 代碼，快速存取服務資訊網頁。服務資訊網頁提供零件安裝與更換影片的其他資訊，以及用於解決方案支援的錯誤碼。



圖例 13. 服務標籤和 QR 代碼

伺服器設定核對清單

使用伺服器設定核對清單，可確定您已執行伺服器設定需要的所有作業。

伺服器設定程序會依伺服器出廠時的配置而有所不同。在某些情況下，伺服器已完整配置，您只需要將伺服器連接至網路和 AC 電源，即可啟動伺服器。在其他情況下，伺服器需要安裝硬體選配產品、進行硬體和韌體配置，以及安裝作業系統。

下列步驟說明一般的伺服器設定程序。

設定伺服器硬體

完成下列程序以設定伺服器硬體。

1. 打開伺服器的包裝。請參閱第 35 頁「伺服器套件內容」。
2. 安裝任何必要的硬體或伺服器選配產品。請參閱第 41 頁第 5 章「硬體更換程序」。
3. 如有需要，請將滑軌安裝到標準機櫃。請依照滑軌安裝套件隨附的*滑軌安裝手冊*中的指示進行。
4. 如有需要，請將伺服器安裝到標準機櫃中。請參閱第 56 頁「將伺服器安裝到機架」。
5. 將所有外部纜線連接至伺服器。請參閱第 19 頁第 2 章「伺服器元件」以瞭解接頭位置。

一般而言，您需要連接下列纜線：

- 將伺服器連接至電源
 - 將伺服器連接至資料網路
 - 將伺服器連接至儲存裝置
 - 將伺服器連接至管理網路
6. 開啟伺服器電源。

電源按鈕位置和電源 LED 於以下內容中詳述：

- 第 19 頁第 2 章「伺服器元件」
- 第 275 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」

您可以用下列任何一種方式開啟伺服器（電源 LED 亮起）：

- 按下電源按鈕。
- 伺服器可以在斷電後自動重新開機。
- 伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端開機要求。

附註：您可以存取管理處理器介面來配置系統，不需要開啟伺服器電源。只要伺服器連接電源，就能使用管理處理器介面。如需存取管理伺服器處理器的相關詳細資料，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「開啟並使用 XClarity Controller Web 介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

7. 驗證伺服器。確定電源 LED、乙太網路接頭 LED 和網路 LED 都亮起綠燈，這表示伺服器硬體已設定成功。

如需 LED 指示的相關資訊，請參閱第 30 頁「系統 LED 和診斷顯示器」。

配置系統

完成下列程序以配置系統。如需詳細指示，請參閱第 263 頁第 7 章「系統配置」。

1. 設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線，以連接到管理網路。
2. 如有需要，可更新伺服器韌體。
3. 配置伺服器的韌體。

可使用下列資訊進行 RAID 配置：

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

4. 安裝作業系統。
5. 備份伺服器配置。

6. 安裝適用於伺服器的應用程式和程式。

第 5 章 硬體更換程序

本節針對所有可維修的系統元件提供安裝和卸下載程序。每個元件更換程序都會參考接觸要更換的元件所需執行的任何作業。

安裝準則

在伺服器中安裝元件之前，請先閱讀安裝準則。

在安裝選配裝置之前，請仔細閱讀下列聲明：

注意：將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 閱讀安全資訊和準則，確保工作時安全無虞：
 - 以下提供所有產品的完整安全資訊清單：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 以下也提供適用的準則：第 43 頁「處理靜電敏感裝置」。
- 確定您的伺服器支援您要安裝的元件。
 - 如需伺服器支援的選配元件清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。
 - 如需瞭解選配產品套件內容，請參閱 <https://serveroption.lenovo.com/>。
- 如需訂購零件的相關資訊：
 1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
 2. 按一下 **Parts (零件)**。
 3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。
- 安裝新的伺服器時，請下載及套用最新的韌體。這樣將有助於確保所有已知問題都得到解決，並且伺服器可以發揮最佳效能。請前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/>，以下載伺服器的韌體更新。

重要事項：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若元件是叢集解決方案的一部分，在更新程式碼之前，請先確認最新的最佳配方程式碼版本功能表中是否有叢集支援的韌體和驅動程式。
- 如果您要更換包含韌體的零件（例如配接卡），可能也需要更新該零件的韌體。如需更新韌體的相關資訊，請參閱第 264 頁「更新韌體」。
- 在安裝選配元件之前，最好先確定伺服器運作正常。
- 工作區保持清潔，並將卸下的元件放置在不會搖晃或傾斜的光滑平面上。
- 對您而言過重的物體，請勿嘗試將它抬起。若必須拾起重物，請仔細閱讀以下預防措施：
 - 確定您可以站穩，不會滑倒。
 - 將物體重量平均分配在雙腳上。
 - 抬起時慢慢用力。切勿在提起重物時突然移動或扭轉身體。
 - 為了避免拉傷背部肌肉，應利用腿部肌肉力量站起或向上推動以抬起物體。
- 在對硬碟進行變更之前，請備份所有重要資料。
- 備妥小型平頭螺絲起子、小型十字型螺絲起子，以及 T8 TORX 星形螺絲起子。
- 如果要檢視主機板（主機板組件）和內部元件上的錯誤 LED，請保持通電狀態。

- 您不必關閉伺服器，就可以卸下或安裝熱抽換電源供應器、熱抽換風扇或熱插拔 USB 裝置。不過，在執行牽涉到卸下或安裝配接卡纜線的任何步驟之前，您必須先關閉伺服器，而且在執行任何涉及卸下或安裝擴充卡的步驟之前，必須先切斷伺服器的電源。
- 更換電源供應器或風扇時，請務必參考這些元件的備援規則。
- 元件上的藍色部位表示觸摸點，您可以握住此處，將元件從伺服器卸下或者安裝到伺服器中、打開或合上門鎖等。
- 元件上的赤褐色部位或元件上/附近的橙黃色標籤表示它是熱抽換元件，若伺服器和作業系統支援熱抽換功能，就表示您可以在伺服器仍執行時卸下或安裝該元件。（赤褐色部位也可以表示熱抽換元件上的觸摸點）。請參閱有關卸下或安裝特定熱抽換元件的指示，瞭解在卸下或安裝該元件之前可能必須執行的任何其他程序。
- 硬碟上與鬆開門鎖相鄰的紅色區域表示如果伺服器及作業系統支援熱抽換功能，則可以熱抽換硬碟。也就是說，您可以在伺服器仍在執行時，卸下或安裝硬碟。

附註：請參閱有關卸下或安裝熱抽換硬碟的系統專屬指示，瞭解在卸下或安裝硬碟之前可能必須執行的任何其他程序。

- 結束伺服器的作業之後，務必裝回所有安全罩、防護裝置、標籤和接地電線。

安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

附註：此裝置不適合在視覺顯示工作區的直接視野內使用。為了避免視覺顯示工作區反射所帶來的不便，此裝置不得放置在直接視野內。

警告：

此設備須由訓練有素的人員安裝或維修，訓練有素的人員定義於 NEC、IEC 62368-1 & IEC 60950-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備的存取是使用工具、鎖鑰或其他安全方法進行，而且受到該位置的負責單位所控制。

重要事項：伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
 - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
 - 確認電源線是正確的類型。
 若要檢視可供伺服器使用的電源線：
 - a. 請造訪：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. 按一下 **Preconfigured Model（預先配置的型號）** 或 **Configure to order（接單組裝）**。
 - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
 - d. 按一下 **Power（電源）** → **Power Cables（電源線）** 以查看所有電源線。
 - 確定絕緣體未破損或磨損。
3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。

4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癥狀。
5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。

系統可靠性準則

查看系統可靠性準則，以確保系統能夠獲得適當的冷卻且穩定運轉。

確定符合下列需求：

- 若伺服器隨附備用電源，則每一個電源供應器機槽中都必須安裝電源供應器。
- 伺服器周圍須留有足夠的空間，使伺服器冷卻系統能正常運作。在伺服器前後保留約 50 公釐（2.0 吋）的開放空間。請勿在風扇前放置任何物體。
- 為了保持正常散熱及通風，請在伺服器開機之前先將伺服器蓋板裝回。在卸下伺服器蓋板的情況下，切勿操作伺服器超過 30 分鐘，否則可能會損壞伺服器元件。
- 務必遵循選配元件隨附的纜線安裝指示。
- 風扇發生故障時，必須在 48 小時內更換。
- 卸下熱抽換風扇後，必須在 30 秒內裝回。
- 卸下熱抽換硬碟後，必須在兩分鐘內裝回。
- 卸下熱抽換電源供應器後，必須在兩分鐘內裝回。
- 伺服器啟動時，伺服器隨附的每個空氣擋板都須裝妥（某些伺服器可能隨附多個空氣擋板）。若在未安裝空氣擋板的情況下操作伺服器，可能會損壞處理器。
- 所有處理器插座都必須要有一個插座蓋，或一顆附有散熱槽的處理器。
- 安裝多個處理器時，必須嚴格遵循每一部伺服器的風扇安裝規則。

處理靜電敏感裝置

處理靜電敏感裝置之前請先查看這些準則，以降低靜電放電可能造成的損壞。

注意：將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 盡量限縮動作範圍，避免您身邊的靜電累積。
- 天氣寒冷時處理裝置應格外小心，因為暖氣會降低室內濕度並使靜電增加。
- 尤其是在通電的伺服器內部進行操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。
- 當裝置仍然在靜電保護袋中時，讓它與伺服器外部未上漆的金屬表面接觸至少兩秒。這樣可以釋放防靜電保護袋和您身上的靜電。
- 將裝置從保護袋中取出，並直接安裝到伺服器中，過程中不要將它放下。若必須放下裝置，請將它放回防靜電保護袋中。絕不可將裝置放在伺服器上或任何金屬表面上。
- 處理裝置時，請小心握住裝置的邊緣或框架。
- 請勿碰觸焊點、插腳或外露電路。
- 避免其他人接觸裝置，以免可能造成損壞。

記憶體模組安裝規則和順序

記憶體模組必須根據您實作的記憶體配置，以及在伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目，依特定順序進行安裝。

支援的記憶體類型

如需此伺服器支援的記憶體模組類型相關資訊，請參閱第 5 頁「技術規格」中的「記憶體」一節。

如需最佳化記憶體效能及配置記憶體的資訊，請至 Lenovo Press 網站：

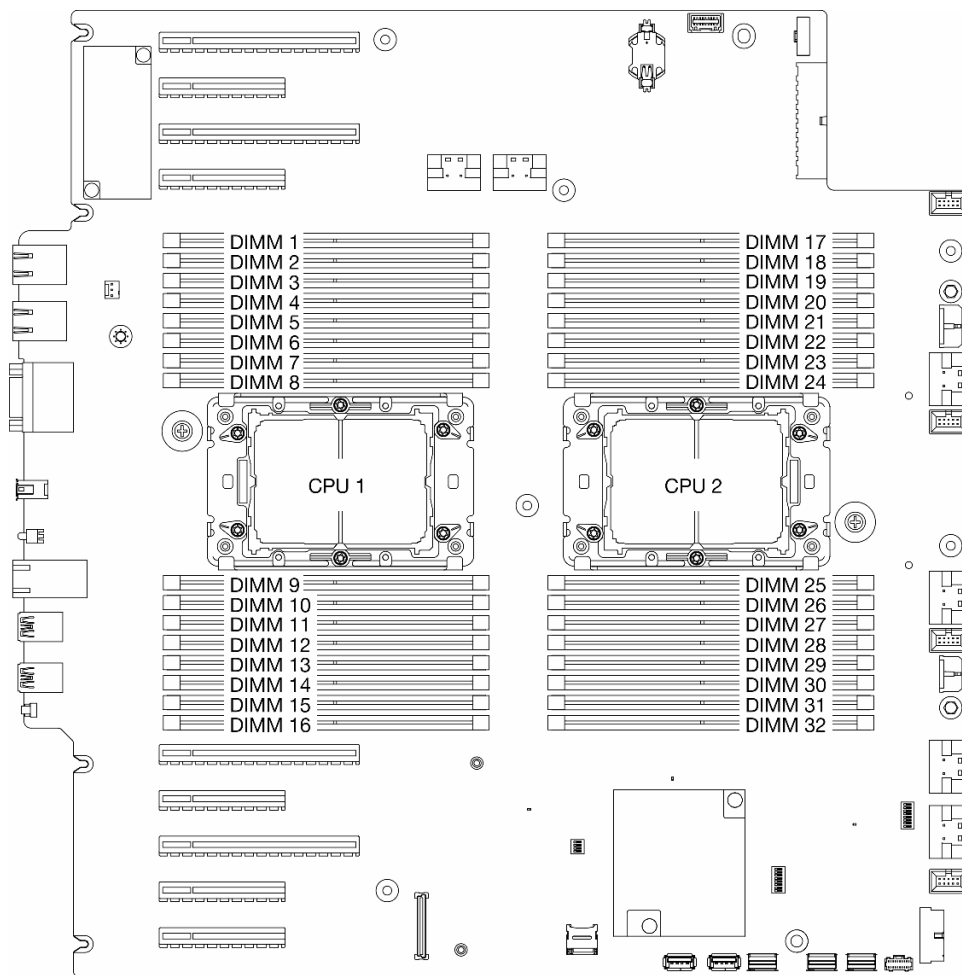
<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

https://dsc.lenovo.com/#/memory_configuration

以下所示是根據系統配置和記憶體模式，所需的記憶體模組安裝規則和順序的特定資訊。

記憶體模組和處理器佈置



圖例 14. 記憶體模組和處理器佈置

表格 14. 記憶體插槽和通道識別

處理器	CPU 1															
通道	CH1 (7/H)		CH0 (6/G)		CH1 (5/F)		CH0 (4/E)		CH0 (0/A)		CH1 (1/B)		CH0 (2/C)		CH1 (3/D)	
插槽編號	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
處理器	CPU 2															
通道	CH1 (7/H)		CH0 (6/G)		CH1 (5/F)		CH0 (4/E)		CH0 (0/A)		CH1 (1/B)		CH0 (2/C)		CH1 (3/D)	
插槽編號	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 編號	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

附註：

- 插槽編號：每個記憶體通道中的 DIMM 插槽編號。每個記憶體通道有兩個 DIMM 插槽：插槽 0（離處理器最遠）和插槽 1（離處理器最近）。
- DIMM 編號：主機板上的 DIMM 插槽編號。每個處理器都有 16 個 DIMM 插槽。

以下的記憶體通道配置表顯示了處理器、記憶體控制器、記憶體通道和記憶體模組插槽號碼之間的關係。

記憶體模組安裝準則

- ThinkSystem ST650 V3 支援下列記憶體配置和插入順序：
 - 第 46 頁「[DRAM DIMM 安裝順序](#)」（RDIMM 或 3DS RDIMM）
- 每個處理器至少需要一個 DIMM。每個處理器至少安裝八個 DIMM，以達到良好效能。
- 更換 DIMM 後，伺服器提供自動 DIMM 啟用功能，您不需要使用 Setup Utility 手動啟用新的 DIMM

DRAM DIMM 安裝順序

請依照本節中的指示正確安裝 DRAM DIMM。

獨立記憶體模式

在獨立記憶體模式中，可依任何順序在記憶體通道中插入 DIMM。可以依任何順序插入每個處理器的所有通道，不需要符合任何要求。獨立記憶體模式提供最高等級的記憶體效能，但缺少失效接手保護。獨立記憶體模式的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目。

獨立模式下的記憶體模組安裝順序

以獨立模式安裝記憶體模組時，請遵循以下規則：

- 所有記憶體模組必須是 DDR5 記憶體模組。
- 每個安裝的處理器至少需要一個 DDR5 DIMM。
- 所有 DDR5 DIMM 必須在同一系統中以相同的速度運作。
- 處理器之間的記憶體插入必須完全相同。
- 支援不同供應商的記憶體模組。
- 在每個記憶體通道中，首先插入離處理器最遠的插槽（插槽 0）。
- 不能在系統中混合使用 x8 DIMM 和 x4 DIMM。
- 要安裝的記憶體模組類型都必須相同。
 - 不能在系統中混合使用 9x4 RDIMM 和非 9x4 RDIMM。
 - 不能在系統中混合使用 3DS RDIMM 和非 3DS RDIMM。
- 系統中的所有記憶體模組必須具有相同的排數，但以下情況除外：
 - 為每個處理器插入 16 個 DIMM 時，單排 RDIMM 可與雙排 RDIMM 混合使用（即總共有 16 個或 32 個 DIMM）。

附註：在此配置下運作的伺服器可能會在 POST 時發生系統當機。在此情況下，請聯絡 Lenovo 服務中心，更換故障的 DIMM 以確保正常運作。

- 如需安裝不同排數記憶體模組時的安裝順序詳細資訊，請參閱第 48 頁「[具有混用排數的獨立記憶體模式](#)」。

配備一個處理器

表格 15. 包含一個處理器的獨立記憶體模式

處理器 1																
DIMM 總計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 DIMM										10						
2 DIMM			3							10						
4 DIMM ¹			3				7			10				14		
6 DIMM			3		5		7			10				14		16
8 DIMM ^{1、2}	1		3		5		7			10		12		14		16
12 DIMM	1		3	4	5		7	8	9	10		12	13	14		16
16 DIMM ^{1、2、3}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

附註：

1. 只有在 DIMM 是依照此指定順序插入時，才能啟用 Sub NUMA 叢集 (SNC2) 功能。SNC2 功能可以透過 UEFI 啟用。
2. 支援 Software Guard Extensions (SGX) 的 DIMM 配置，請參閱第 269 頁「啟用 Software Guard Extensions (SGX)」以啟用此功能。
3. 在 ThinkSystem ST650 V3 中，如果為每個處理器插入了 16 個 DIMM，則支援在單排和雙排 RDIMM 之間混合使用不同排數。如需安裝不同排數記憶體模組時的安裝順序詳細資訊，請參閱第 48 頁「具有混用排數的獨立記憶體模式」。

配備兩個處理器

表格 16. 包含兩個處理器的獨立模式

處理器 1																
DIMM 總計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 DIMM										10						
2 DIMM			3							10						
4 DIMM ¹			3				7			10				14		
6 DIMM			3		5		7			10				14		16
8 DIMM ^{1、2}	1		3		5		7			10		12		14		16
12 DIMM	1		3	4	5		7	8	9	10		12	13	14		16

表格 16. 包含兩個處理器的獨立模式 (繼續)

處理器 1																
DIMM 總計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 DIMM ^{1, 2}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
處理器 2																
DIMM 總計	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
2 DIMM										23						
4 DIMM ¹			30							23						
8 DIMM ^{1, 2}			30				26			23				19		
12 DIMM			30		28		26			23				19		17
16 DIMM ^{1, 2, 3}	32		30		28		26			23		21		19		17
24 DIMM	32		30	29	28		26	25	24	23		21	20	19		17
32 DIMM ^{1, 2, 3}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

附註：

1. 只有在 DIMM 是依照此指定順序插入時，才能啟用 Sub NUMA 叢集 (SNC2) 功能。SNC2 功能可以透過 UEFI 啟用。
2. 支援 Software Guard Extensions (SGX) 的 DIMM 配置，請參閱第 269 頁「啟用 Software Guard Extensions (SGX)」以啟用此功能。
3. 在 ThinkSystem ST650 V3 中，如果為每個處理器插入了 16 個 DIMM，則支援在單排和雙排 RDIMM 之間混合使用不同排數。如需安裝不同排數記憶體模組時的安裝順序詳細資訊，請參閱第 48 頁「具有混用排數的獨立記憶體模式」。

具有混用排數的獨立記憶體模式

在獨立記憶體模式下安裝不同排數的記憶體模組時，請依照本節中的記憶體模組安裝順序進行。

- 為每個處理器插入 16 個 DIMM 時，單排 RDIMM 可與雙排 RDIMM 混合使用（即總共有 16 個或 32 個 DIMM）。
- 如果一個記憶體通道有兩個不同排數的 DIMM，請先將較多排數的 DIMM 插入插槽 0（距離處理器最遠）。

配備一個處理器

在只安裝了一個處理器（處理器 1）的情況下安裝不同排數的 DIMM 時，請依照以下順序進行，並先安裝較多排數的 DIMM；然後，將較少排數的 DIMM 安裝至其餘的插槽。

表格 17. 一個處理器的混合排數 DIMM 插槽安裝順序

處理器 1																
DIMM 總計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8 雙排 DIMM	D ²		D ²		D ²		D ²			D ²		D ²		D ²		D ²
8 單排 DIMM		S ¹		S ¹		S ¹		S ¹	S ¹		S ¹		S ¹		S ¹	

附註：

1. S：單排 RDIMM
2. D：雙排 RDIMM

配備兩個處理器

在安裝了兩個處理器的情況下安裝不同排數的 DIMM 時，請依照以下順序進行，並先安裝較多排數的 DIMM；然後，將較少排數的 DIMM 安裝至其餘的插槽。

表格 18. 兩個處理器的混合排數 DIMM 插槽安裝順序

處理器 1																
DIMM 總計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 雙排 DIMM	D ²		D ²		D ²		D ²			D ²		D ²		D ²		D ²
16 單排 DIMM		S ¹		S ¹		S ¹		S ¹	S ¹		S ¹		S ¹		S ¹	
處理器 2																
DIMM 總計	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16 雙排 DIMM	D ²		D ²		D ²		D ²			D ²		D ²		D ²		D ²
16 單排 DIMM		S ¹		S ¹		S ¹		S ¹	S ¹		S ¹		S ¹		S ¹	

附註：

1. S：單排 RDIMM
2. D：雙排 RDIMM

記憶體鏡映模式

記憶體鏡映模式提供完整的記憶體備援，但會使系統總記憶體容量減半。記憶體通道會依配對分組，其中每個通道都會接收相同的資料。如果發生故障，記憶體控制器會從主要通道上的 DIMM 切換至備用通道上的 DIMM。記憶體鏡映的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和 DIMM 的數目。

注意：的記憶體鏡映準則：

- 可以在 M2M/iMC 複合體內的兩個通道上配置鏡映。

- 主要通道和次要通道的總 DDR5 記憶體大小必須相同。
- 9x4 RDIMM (Value RDIMM) 不支援鏡映模式

通道	通道 0		通道 1	
插槽	插槽 1	插槽 0	插槽 1	插槽 0
需要安裝相同的 DDR5 DIMM		Y		Y
需要安裝相同的 DDR5 DIMM 才能進行全通道鏡映	Y	Y	Y	Y

包含一個處理器的鏡映記憶體模式

表格 19. 包含一個處理器的鏡映模式

DIMM 總計	處理器 1																DIMM 總計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8*	1		3		5		7			10		12		14		16	8*
16*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16*

附註：只有在 DIMM 是依照此指定順序插入時，才能啟用 Sub NUMA 叢集 (SNC2) 功能。SNC2 功能可以透過 UEFI 啟用。

包含兩個處理器的鏡映記憶體模式

表格 20. 包含兩個處理器的鏡映模式 (處理器 1)

DIMM 總計	處理器 1																DIMM 總計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16*	1		3		5		7			10		12		14		16	16*
32*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	32*

表格 21. 包含兩個處理器的鏡映模式 (處理器 2)

DIMM 總計	處理器 2																DIMM 總計
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	
16*	32		30		28		26			23		21		19		17	16*
32*	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	32*

附註：只有在 DIMM 是依照此指定順序插入時，才能啟用 Sub NUMA 叢集 (SNC2) 功能。SNC2 功能可以透過 UEFI 啟用。

開啟和關閉伺服器電源

請依照本節中的指示開啟和關閉伺服器電源。

開啟伺服器電源

伺服器接上輸入電源時會執行短暫自我測試（電源狀態 LED 快速閃動），接著就會進入待命狀態（電源狀態 LED 每秒閃動一次）。

電源按鈕位置和電源 LED 於以下內容中詳述：

- [第 19 頁第 2 章「伺服器元件」](#)

- [第 275 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」](#)

您可以用下列任何一種方式開啟伺服器（電源 LED 亮起）：

- 按下電源按鈕。
- 伺服器可以在斷電後自動重新開機。
- 伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端開機要求。

如需關閉伺服器電源的相關資訊，請參閱[第 51 頁「關閉伺服器電源」](#)。

關閉伺服器電源

伺服器連接到電源時會保持待命狀態，讓 Lenovo XClarity Controller 能夠回應遠端開機要求。若要切斷伺服器的所有電源（電源狀態 LED 熄滅），請務必拔掉所有電源線。

電源按鈕位置和電源 LED 於以下內容中詳述：

- [第 19 頁第 2 章「伺服器元件」](#)
- [第 275 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」](#)

若要讓伺服器進入待命狀態（電源狀態 LED 每秒閃動一次）：

附註：Lenovo XClarity Controller 可以讓伺服器進入待命狀態，以對嚴重的系統故障自動做出回應。

- 使用作業系統進行循序關機（如果作業系統支援此功能）。
- 按下電源按鈕進行循序關機（如果作業系統支援此功能）。
- 按住電源按鈕 4 秒以上，以強制關機。

重要事項：

- 處於待命狀態時，伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端電源開啟要求。如需開啟伺服器電源的相關資訊，請參閱[第 50 頁「開啟伺服器電源」](#)。
- 當環境溫度高於支援的溫度時，伺服器將關機。在環境溫度回到支援的溫度範圍內之前，伺服器不會再次開啟電源。
- 當系統電源關閉但仍插入 AC 電源時，插槽 4 中的風扇可能會以降低許多的速度繼續旋轉。此種系統設計是為了提供正常散熱。

更換伺服器

請依照本節中的指示從機架卸下和安裝伺服器，以及卸下和安裝直立式轉機架式轉換套件。

附註：ThinkSystem ST650 V3 伺服器設計支援直立式和機架式。本章包含了從伺服器卸下和安裝直立式轉機架式轉換套件的步驟，以及從機架卸下和安裝機架式伺服器的步驟。

從機架卸下伺服器

請依照本節中的指示從機架的滑軌卸下伺服器，然後選擇性地卸下直立式轉機架式轉換套件。

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

R006



警告：

請勿在裝載於機架的裝置上面放置任何物體，除非裝載於機架上的裝置預定做為擱架使用。

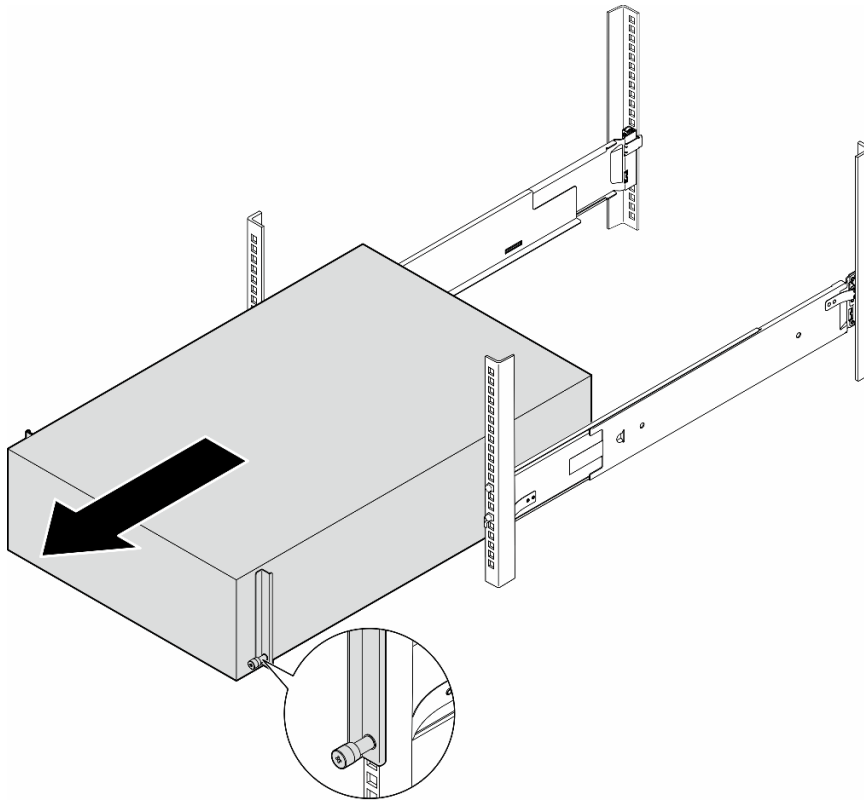
關於此作業

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 鬆開緊固螺絲。



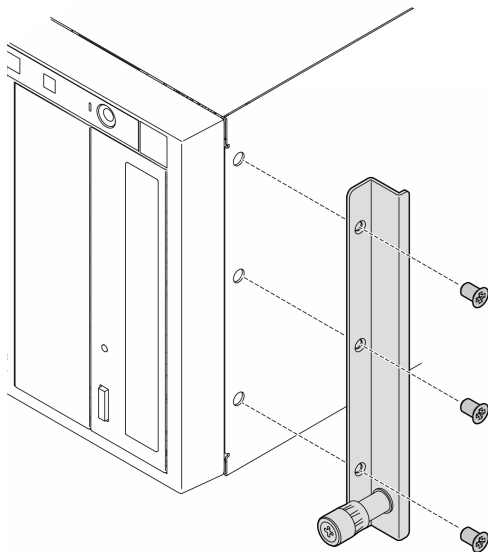
警告：
掉落危險。



警告：
如果是卸下直立式伺服器，請遵循安全規範來進行抬高作業。

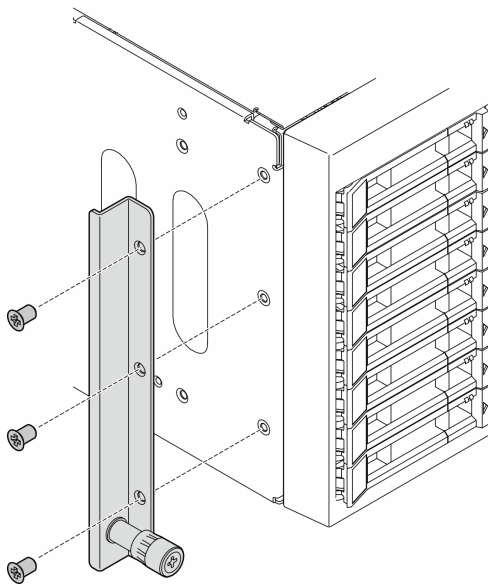
圖例 15. 從滑軌卸下直立式伺服器

- 步驟 2. 輕輕將機箱從機架中拉出；然後，抓住伺服器的兩側並視需要調整手的位置，小心地將伺服器從滑軌上卸下。
- 步驟 3. 將伺服器小心放置在平坦的防靜電表面上。
- 步驟 4. （選用）如有需要，請從機箱卸下直立式轉機架式轉換套件（EIA 托架）。
 - a. 將伺服器側放。
 - b. 鬆開側面的三個螺絲以卸下右邊 EIA 托架。



圖例 16. 卸下右邊 EIA 托架

- c. 使用螺絲起子來卸下固定左邊 EIA 托架的三顆螺絲；接著，卸下左邊的 EIA 托架。

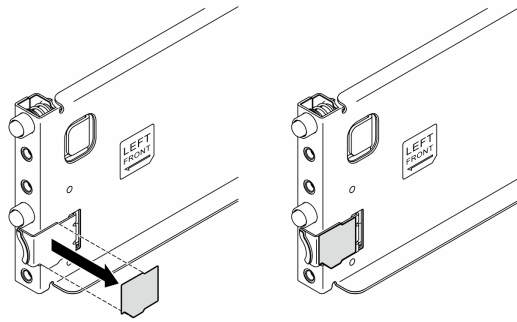


圖例 17. 卸下左邊 EIA 托架

步驟 5. (選用) 如有需要，請卸下滑軌和門鎖蓋板。

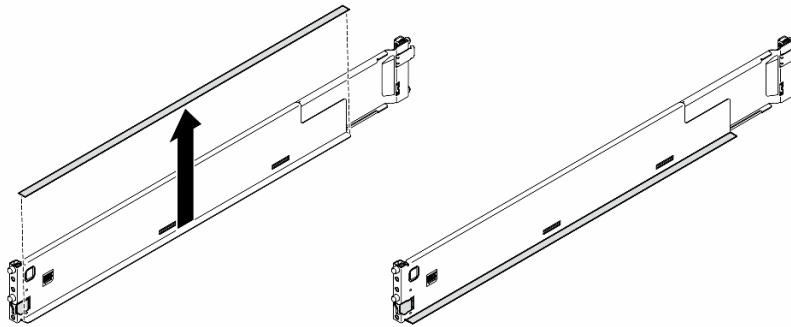
附註： 如果是安裝直立式伺服器，滑軌邊緣或安裝所造成的摩擦可能會刮傷或損壞機箱塗層。在將伺服器安裝到機架時，裝上滑軌和門鎖蓋板可以減少摩擦。

- a. 從左邊滑軌的正面門鎖卸下左側門鎖蓋板。



圖例 18. 卸下左側門鎖蓋板

- b. 從左邊滑軌的底部表面卸下滑軌蓋板條。



圖例 19. 卸下左邊滑軌蓋板條

- c. 對右邊滑軌重複前面兩個步驟。

完成此作業後

1. 將伺服器小心放置在平坦的防靜電表面上。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

將伺服器安裝到機架

請依照本節中的指示將直立式轉機架式轉換套件安裝到伺服器上，如有需要，則接著將伺服器安裝到機架的滑軌上。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

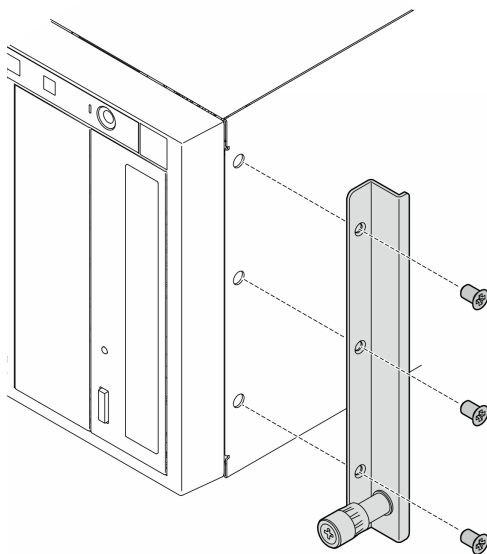
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

步驟 1. 如有需要，請安裝直立式轉機架式轉換套件（EIA 托架、滑軌和門鎖蓋板）。

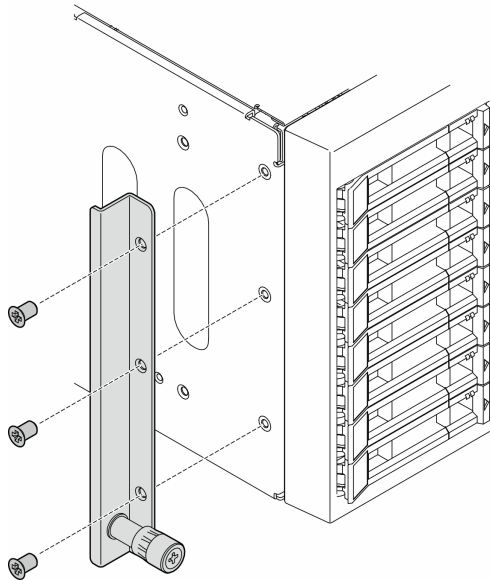
附註：如果是安裝直立式伺服器，滑軌邊緣或安裝所造成的摩擦可能會刮傷或損壞機箱塗層。在將伺服器安裝到機架時，裝上滑軌和門鎖蓋板可以減少摩擦。

- a. 將右邊的 EIA 托架中的孔洞對齊機箱最上面的對應孔；然後，安裝三顆螺絲，固定右邊的 EIA 托架



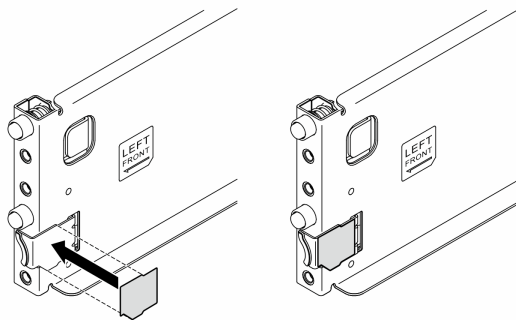
圖例 20. 安裝右邊 EIA 托架

- b. 將左邊的 EIA 托架中的孔洞對齊機箱底部的對應孔；然後，安裝三顆螺絲，固定左邊的 EIA 托架。



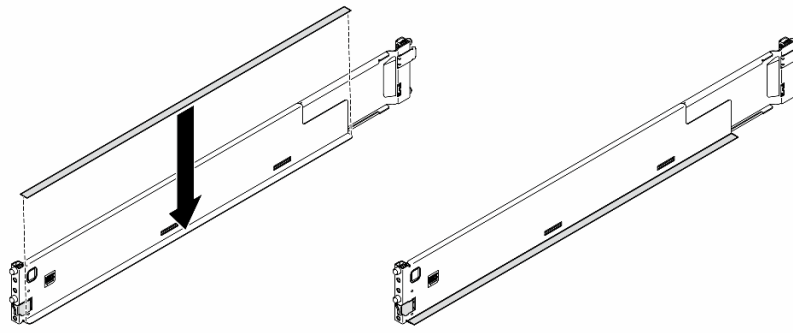
圖例 21. 安裝左邊 EIA 托架

- c. 撕下塑膠套，並在左邊滑軌的正面門鎖處裝上左側門鎖蓋板。



圖例 22. 裝上左邊門鎖蓋板

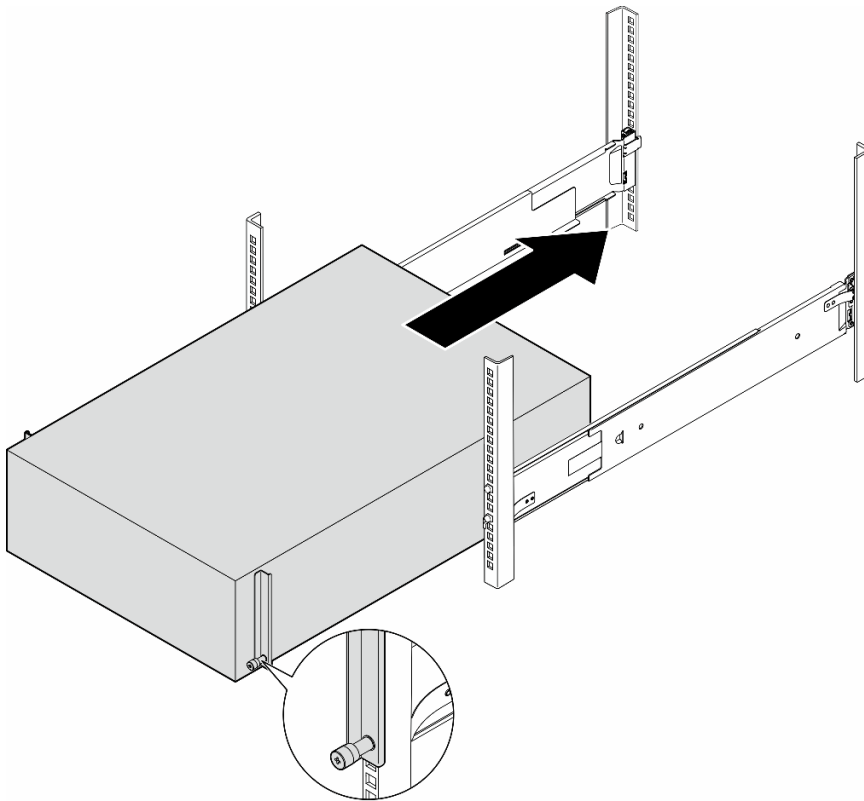
- d. 撕下塑膠套，並在左邊滑軌的底部表面上裝上一條滑軌蓋板條。



圖例 23. 裝上左邊滑軌蓋板條

e. 對右邊滑軌重複前面兩個步驟。

步驟 2. 將機箱對齊並置於機架中裝載的滑軌上；然後，將其滑入機架中。



圖例 24. 將伺服器安裝到滑軌



警告：

如果是安裝直立式伺服器，請遵循安全規範來進行抬高作業。

步驟 3. 固定緊固螺絲。

步驟 4. 重新安裝所有已卸下的伺服器元件。

完成此作業後

1. 重新連接先前拔掉的電源線和任何纜線。
2. 開啟伺服器和週邊裝置的電源。請參閱第 50 頁「開啟伺服器電源」。
3. 更新伺服器配置。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 2.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示卸下或安裝 2.5 吋硬碟背板。

附註：本主題僅適用於已安裝 2.5 吋硬碟背板的伺服器型號。

卸下 2.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示卸下 2.5 吋硬碟背板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

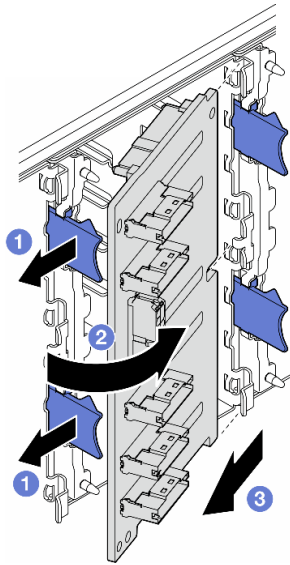
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 從機槽卸下所有已安裝的硬碟和機槽填充板（如果有的話）。請參閱第 74 頁「卸下熱抽換硬碟」。
- b. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。

步驟 2. 從背板拔除所有纜線。

步驟 3. 卸下背板。

- a. ① 拉起鬆開卡榫以鬆開背板。
- b. ② 將背板稍微向後轉動，以便從機箱上的兩個插腳鬆開該背板。
- c. ③ 從框架卸下背板。



圖例 25. 卸下 2.5 吋硬碟背板

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 60 頁「安裝 2.5 吋硬碟背板」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 2.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示安裝 2.5 吋熱抽換硬碟背板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。

- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

- 伺服器支援最多四個 2.5 吋熱抽換硬碟背板。
- 如需不同伺服器配置下的儲存體限制詳細資訊，請參閱第 86 頁「系統風扇的技術規則」。
- 安裝硬碟背板之前：
 1. 判斷要安裝背板的位置。請按照下列順序安裝背板：
 - 不同背板類型的安裝優先順序為：NVMe > AnyBay > SAS/SATA。
 - SAS/SATA 背板的安裝順序為背板 1 > 背板 2 > 背板 3 > 背板 4（從伺服器正面檢視，由下到上）。
 - NVMe 背板的安裝順序為背板 4 > 背板 3 > 背板 2（從伺服器正面檢視，由上到下）。

附註：視型號而定，伺服器支援最多三個 2.5 吋 NVMe 背板。

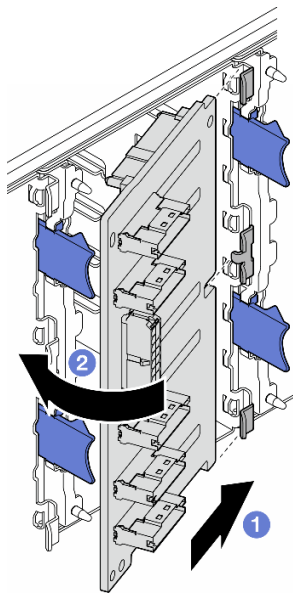
- 伺服器支援最多一個 AnyBay 背板。AnyBay 背板的位置遵循以下規則：
 - 將 AnyBay 背板安裝到從伺服器正面檢視時從上往下數的第一個可用框架上。
 - 將一個 AnyBay 背板與 SAS/SATA 背板混合使用時，將 AnyBay 背板當做背板 4 來安裝。
 - 將一個 AnyBay 背板與 NVMe 背板混合使用時，先安裝 NVMe 背板，然後將 AnyBay 背板安裝到從伺服器正面檢視時從上往下數的第一個可用框架上。

程序

步驟 1. 判斷要安裝背板的插槽。請參閱第 231 頁「2.5 吋硬碟纜線佈線」。

步驟 2. 安裝背板。

- a. ① 如圖所示，以某個角度將背板插入背板插槽中。
- b. ② 小心地將背板轉向框架，直到其由鬆開卡榫固定為止。



圖例 26. 安裝 2.5 吋硬碟背板

在您完成之後

- 將纜線連接至背板。請參閱第 231 頁「2.5 吋硬碟纜線佈線」。
- 將所有硬碟和機槽填充板（如果有的話）安裝在機槽中。請參閱第 76 頁「安裝熱抽換硬碟」。
- 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 3.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示卸下或安裝 3.5 吋硬碟背板。

附註：本主題僅適用於已安裝 3.5 吋硬碟背板的伺服器型號。

卸下 3.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示卸下 3.5 吋硬碟背板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

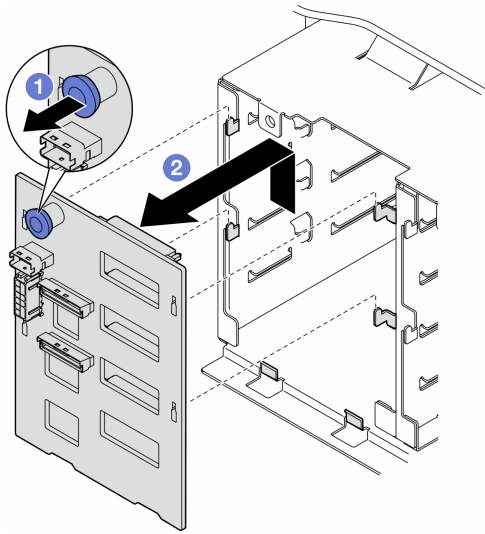
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 從機槽卸下所有已安裝的硬碟和機槽填充板（如果有的話）。請參閱第 74 頁「卸下熱抽換硬碟」。
- b. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。

步驟 2. 從背板拔除所有纜線。

步驟 3. 卸下背板。

- a. ① 拉出用來固定背板的藍色柱塞。
- b. ② 調整背板，使它脫離框架；然後，從框架卸下背板。



圖例 27. 卸下 3.5 吋硬碟背板

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 63 頁「安裝 3.5 吋硬碟背板」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 3.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示安裝 3.5 吋硬碟背板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

- 伺服器支援最多四個 3.5 吋熱抽換硬碟背板。
- 如需不同伺服器配置下的儲存體限制詳細資訊，請參閱第 86 頁「系統風扇的技術規則」。
- 安裝硬碟背板之前：

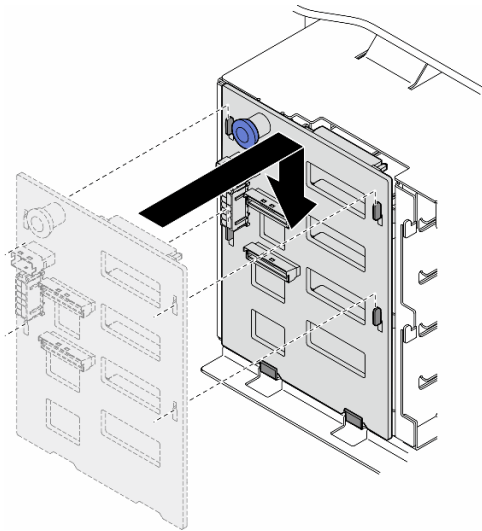
1. 判斷要安裝背板的位置。請按照下列順序安裝背板：
 - 不同背板類型的安裝優先順序：NVMe > AnyBay > SAS/SATA。
 - SAS/SATA 背板的安裝順序為背板 1 > 背板 2 > 背板 3 > 背板 4（從伺服器正面檢視，由下到上）。
 - NVMe 背板的安裝順序為背板 4 > 背板 3 > 背板 2 > 背板 1（從伺服器正面檢視，由上到下）。

附註：安裝了 ODD/磁帶機時，第一個 NVMe 背板要當做背板 3 來安裝。

- 伺服器支援最多一個 AnyBay 背板。AnyBay 背板的位置遵循以下規則：
 - 將 AnyBay 背板安裝到從伺服器正面檢視時從上往下數的第一個可用框架上。
 - 將一個 AnyBay 背板與 SAS/SATA 背板混合使用，且沒有安裝 ODD/磁帶機時，將 AnyBay 背板當做背板 4 來安裝。
 - 將一個 AnyBay 背板與 SAS/SATA 背板混合使用，且有安裝 ODD/磁帶機時，將 AnyBay 背板當做背板 3 來安裝。
 - 將一個 AnyBay 背板與 NVMe 背板混合使用時，先安裝 NVMe 背板，然後將 AnyBay 背板安裝到從伺服器正面檢視時從上往下數的第一個可用框架上。

程序

- 步驟 1. 判斷要安裝背板的插槽。請參閱第 205 頁「3.5 吋硬碟纜線佈線」。
- 步驟 2. 安裝背板。
 - a. 將框架上的四個卡榫對齊 3.5 吋硬碟背板上的插槽；然後，將卡榫插入對應的插槽中。
 - b. 如圖所示，滑動背板，直到其在框架中固定就位為止。



圖例 28. 安裝 3.5 吋硬碟背板

在您完成之後

1. 將纜線連接至背板。請參閱第 205 頁「3.5 吋硬碟纜線佈線」。
2. 將所有硬碟和機槽填充板（如果有的話）安裝在機槽中。請參閱第 76 頁「安裝熱抽換硬碟」。
3. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
4. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 A2/L4 GPU 空氣導管

請依照本節中的指示卸下或安裝 A2/L4 GPU 空氣導管。

卸下 A2/L4 GPU 空氣導管

請依照本節中的指示卸下 A2/L4 GPU 空氣導管。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

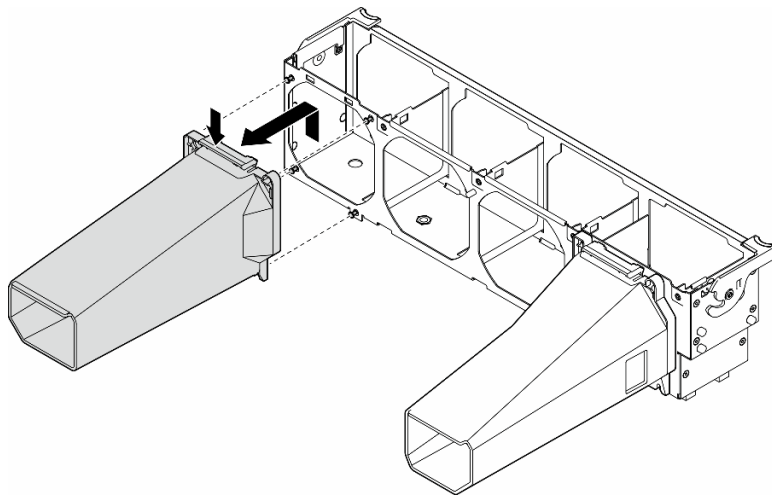
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 如有需要，請卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

步驟 2. 按住卡榫以從風扇機盒鬆開空氣導管；然後，從風扇機盒卸下空氣導管。



圖例 29. 卸下 A2/L4 GPU 空氣導管

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 66 頁「安裝 A2/L4 GPU 空氣導管」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 A2/L4 GPU 空氣導管

請依照本節中的指示安裝 A2/L4 GPU 空氣導管。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 當一個或多個 **A2/L4 GPU** 安裝在 PCIe 插槽 1 和 4 或 PCIe 插槽 5 和 8 之間時，需要在與安裝的 A2/L4 GPU 同側的風扇機盒上安裝一個或兩個 **A2/L4 GPU 空氣導管**，以維持適當散熱和氣流。
如需關於 GPU 安裝的技術規則詳細資訊，請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

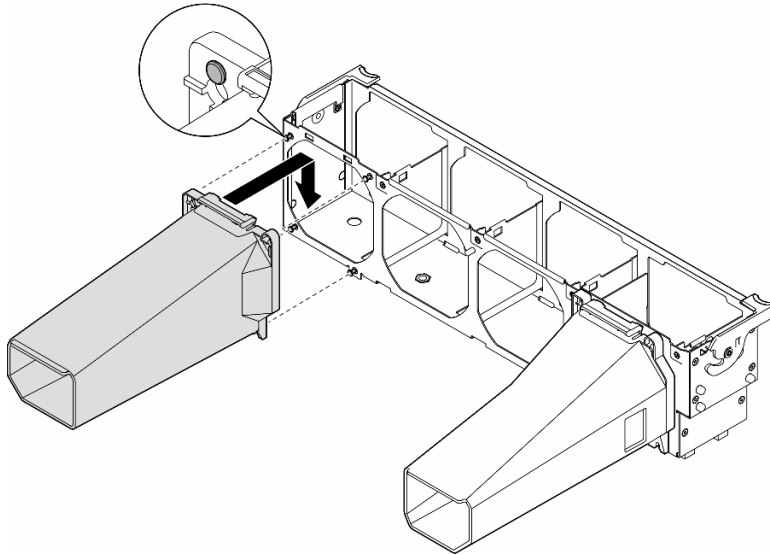
- a. 安裝所有半長 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。

步驟 2. 將空氣導管對齊與已安裝之 A2/L4 GPU 同側的風扇機盒上的螺柱。

注意：

- 風扇機盒上的螺柱位置不同，以對齊對應的 A2/L4 GPU 空氣導管。

步驟 3. 將空氣導管插入風扇機盒，直到其卡入定位。



圖例 30. 安裝 A2/L4 GPU 空氣導管

完成此作業後

1. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

2. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
3. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
4. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
5. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
6. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換空氣擋板

請依照本節中的指示卸下或安裝空氣擋板。

卸下空氣擋板

請依照本節中的指示卸下空氣擋板。

關於此作業

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

注意：

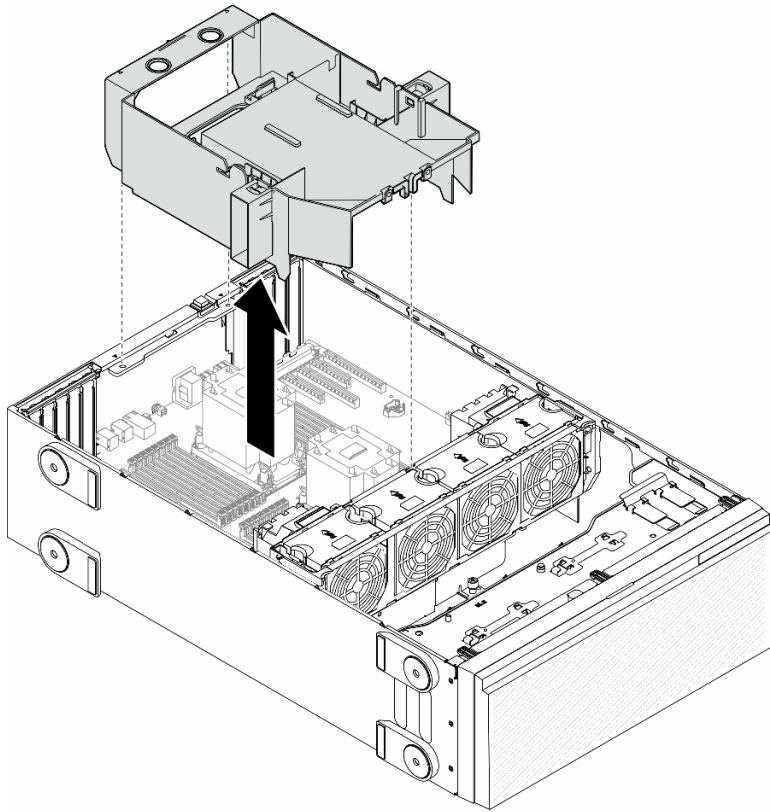
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。

步驟 2. 提起空氣擋板，將其從伺服器卸下並放在旁邊。



圖例 31. 卸下空氣擋板

注意：為了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啟伺服器之前重新裝回空氣擋板。於空氣擋板卸下時操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 69 頁「[安裝空氣擋板](#)」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝空氣擋板

請依照本節中的指示安裝空氣擋板。

關於此作業

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

注意：

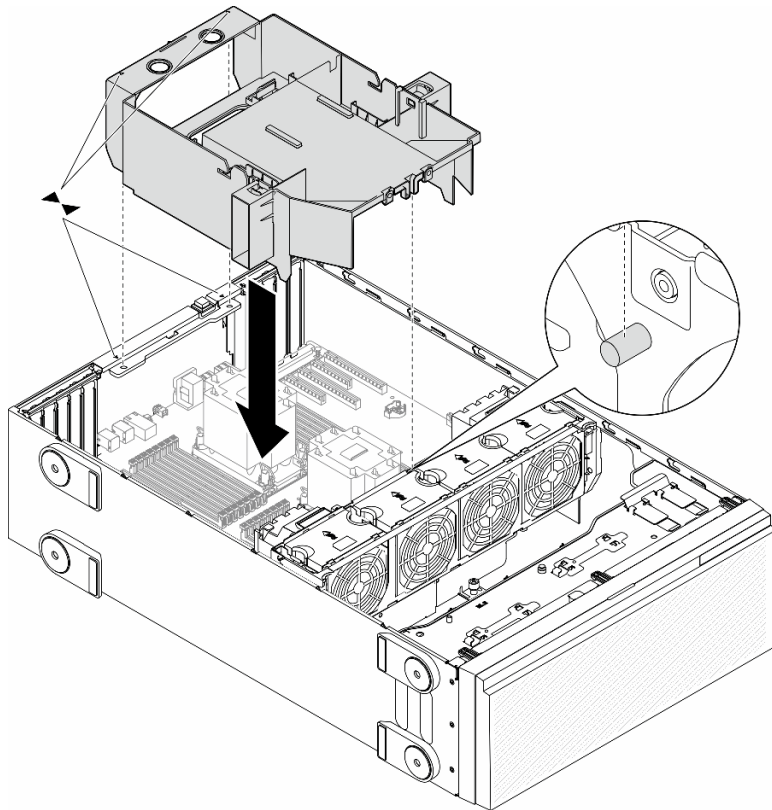
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 確定伺服器內所有纜線都已經過適當佈線，而不會阻擋空氣擋板。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」。

步驟 2. 將空氣擋板卡榫對齊機箱背面和風扇機盒上的對應插槽；接著，將空氣擋板放入機箱並下壓，直到空氣擋板固定到位。



圖例 32. 安裝空氣擋板

在您完成之後

1. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
2. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 CMOS 電池 (CR2032)

請依照本節中的指示卸下或安裝 CMOS 電池 (CR2032)。

卸下 CMOS 電池 (CR2032)

請依照本節中的指示卸下 CMOS 電池 (CR2032)。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S004



警告：

更換鋰電池時，僅限更換為 Lenovo 指定的零件編號，或製造商建議的同等類型電池。如果系統具有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組來更換該模組。電池包含鋰，如果使用、處理或處置不當，則可能會爆炸。

請勿：

- 將電池擲入或浸入水中
- 讓電池溫度超過 100 ° C (212 ° F)
- 維修或拆卸電池

棄置電池需依照本地法令或規定。

S005



警告：

使用鋰離子電池。為避免爆炸，請勿燃燒電池。僅可替換已核准替換部份。請依各地法規回收或丟棄電池。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

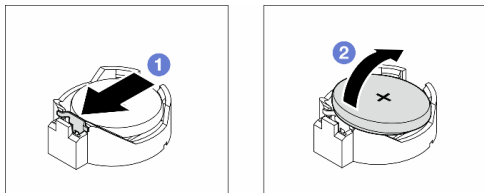
- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 卸下 A2/L4 GPU 空氣導管（如果有的話）。請參閱第 65 頁「卸下 A2/L4 GPU 空氣導管」。
- e. 拔下 PCIe 配接卡或全長 GPU 配接卡的纜線。
- f. 卸下所有 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。
- g. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。

步驟 2. 找出主機板上的 CMOS 電池。請參閱第 26 頁「主機板接頭」。

步驟 3. 卸下 CMOS 電池。

- a. ① 按下 CMOS 電池側面的凸塊。
- b. ② 旋轉電池，使其轉出插座，並接著卸下。

注意：請勿對 CMOS 電池過度施力。未以適當方式卸下 CMOS 電池，可能會損壞主機板上的插座。插座若有任何損壞，將可能需要更換主機板。



圖例 33. 卸下 CMOS 電池

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 72 頁「安裝 CMOS 電池 (CR2032)」。
2. 請依照當地法規棄置元件。

安裝 CMOS 電池 (CR2032)

請依照本節中的指示安裝 CMOS 電池 (CR2032)。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S004



警告：

更換鋰電池時，僅限更換為 Lenovo 指定的零件編號，或製造商建議的同等類型電池。如果系統具有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組來更換該模組。電池包含鋰，如果使用、處理或處置不當，則可能會爆炸。

請勿：

- 將電池擲入或浸入水中
- 讓電池溫度超過 100 ° C (212 ° F)
- 維修或拆卸電池

棄置電池需依照本地法令或規定。

S005



警告：

使用鋰離子電池。為避免爆炸，請勿燃燒電池。僅可替換已核准替換部份。請依各地法規回收或丟棄電池。

注意：

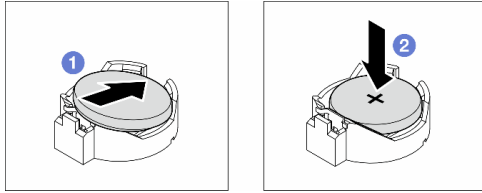
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

更換伺服器中的 CMOS 電池時，請考量下列注意事項：

- 更換 CMOS 電池時，必須使用同一家製造商所出產的另一個同類型 CMOS 電池來更換它。
- 更換 CMOS 電池之後，請確定重新配置伺服器，並重設系統日期與時間。
- Lenovo 在設計這項產品時，已將安全性納入考量。必須正確處理鋰電池才可避免可能發生的危險。安裝 CMOS 電池時，請遵循下列指示進行。
- 如果將原有的鋰電池更換為重金屬電池或含有重金屬元件的電池，請留意下列環保注意事項。內含重金屬的電池及蓄電池，絕不可當作一般廢棄物處理。製造商、經銷商或服務代表可免費收回這類電池，以適當的方式進行回收或廢棄處理。

程序

- 步驟 1. 找出主機板上的 CMOS 電池插槽。請參閱第 26 頁「主機板接頭」。
- 步驟 2. 安裝 CMOS 電池。
 - a. ❶ 將 CMOS 電池放在插座頂端，正極 (+) 符號朝上。
 - b. ❷ 將電池按入插座，直到卡入定位為止。



圖例 34. 安裝 CMOS 電池

在您完成之後

1. 如有需要，請重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
2. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
3. 重新連接已拔下的所有纜線。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」。
4. 如有需要，請重新安裝 A2 GPU 空氣導管。請參閱第 66 頁「安裝 A2/L4 GPU 空氣導管」。
5. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
6. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
7. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
8. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。
9. 重設日期、時間及所有密碼。

更換硬碟

請依照本節中的指示卸下或安裝硬碟。

卸下熱抽換硬碟

請依照本節中的指示從硬碟卸下熱抽換硬碟或硬碟匣；然後，視需要從 3.5 吋硬碟匣卸下 2.5 吋硬碟。

關於此作業

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 為確保系統充分冷卻，每一個機槽中未安裝硬碟或填充板時，操作解決方案的時間請勿超過兩分鐘。
- 如果要卸下一個或多個 NVMe 固態硬碟，建議事先透過作業系統加以停用。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更或將其卸下之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 卸下 RAID 陣列的任何元件（硬碟、RAID 卡等）之前，請先備份所有的 RAID 配置資訊。

附註：確保在卸下硬碟後，有可用的機槽填充板以備不時之需。

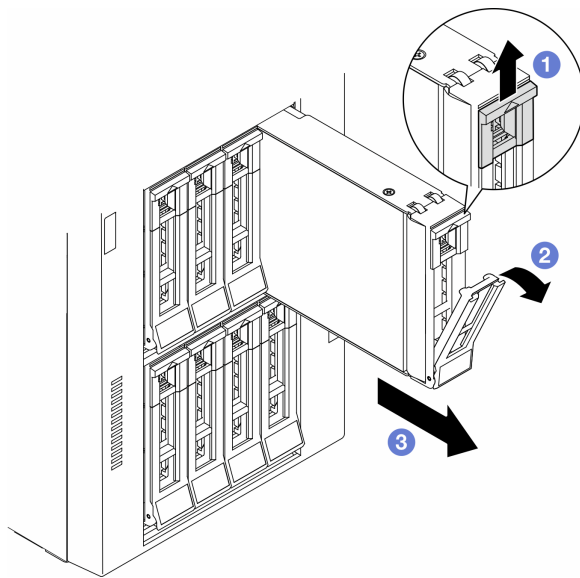
程序

步驟 1. 使用此鑰匙來解除鎖定伺服器蓋板；接著，打開安全門。

步驟 2. 找出要卸下的硬碟或硬碟匣。

步驟 3. 卸下熱抽換硬碟。

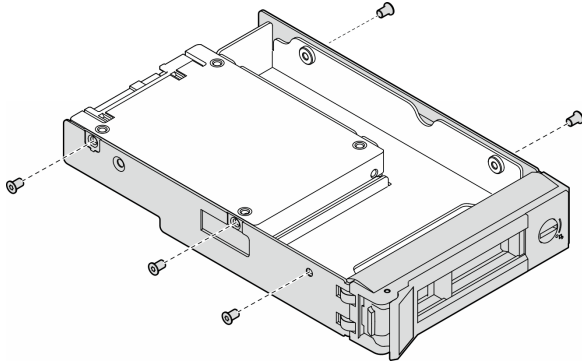
- 1 滑動鬆開門鎖以打開匣把手。
- 2 匣把手隨即自動打開。
- 3 握住匣把手，小心讓硬碟從機槽中滑出。



圖例 35. 打開匣把手

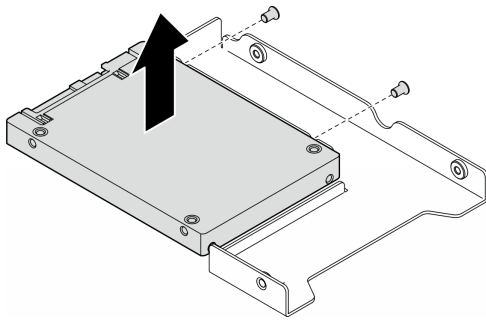
步驟 4. （選用）如有需要，請從 3.5 吋硬碟匣卸下 2.5 吋硬碟。

- a. 卸下固定 2.5 吋硬碟的五顆螺絲和硬碟配接器；然後，從匣中卸下 2.5 吋硬碟和硬碟配接器。



圖例 36. 卸下固定 2.5 吋硬碟和硬碟配接器的螺絲

- b. 卸下固定 2.5 吋硬碟的兩顆螺絲；然後，從硬碟配接器卸下硬碟。



圖例 37. 從硬碟配接器卸下 2.5 吋硬碟

完成此作業後

1. 安裝替換裝置或填充板，請參閱第 76 頁「安裝熱抽換硬碟」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝熱抽換硬碟

請依照本節中的指示將熱抽換硬碟安裝到機槽中，如有需要，請將 2.5 吋硬碟安裝到 3.5 吋硬碟匣中，然後再安裝到 3.5 吋機槽中。

關於此作業

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 為確保系統充分冷卻，每一個機槽中未安裝硬碟或填充板時，操作解決方案的時間請勿超過兩分鐘。
- 如果要卸下一個或多個 NVMe 固態硬碟，建議事先透過作業系統加以停用。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更或將其卸下之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 卸下 RAID 陣列的任何元件（硬碟、RAID 卡等）之前，請先備份所有的 RAID 配置資訊。

附註：下列注意事項說明伺服器支援的硬碟類型，以及安裝硬碟時需要考量的其他資訊。

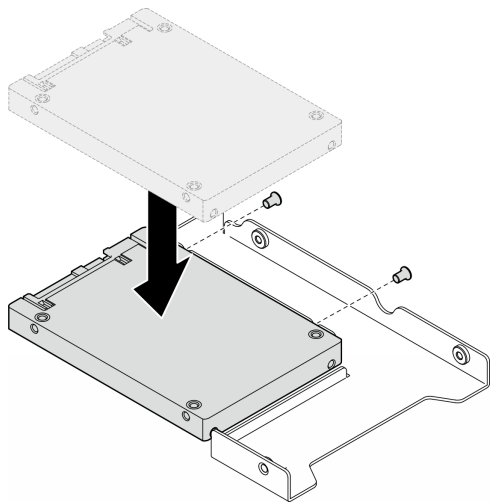
- 找到硬碟隨附的文件，除了本章的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 蓋上或裝滿所有機槽、PCI 和 PCIe 插槽，可減少解決方案的電磁干擾 (EMI) 以及保持良好的散熱。當您安裝硬碟、PCI 或 PCIe 配接卡時，請保留從機槽卸下的 EMC 防護裝置和填充板或 PCI、PCIe 配接卡插槽蓋，以後需要卸下裝置時，即可派上用場。
- 如需取得伺服器支援的選配裝置完整清單，請參閱：<https://serverproven.lenovo.com>
- 伺服器支援透過使用 3.5 吋硬碟匣將 2.5 吋 SSD 安裝在 3.5 吋機槽中。請參閱程序的選用部分。
- 機槽已依照安裝順序進行編號（從數字「0」開始）。安裝硬碟時，請遵循這個機槽順序。若要找出伺服器中的機槽，請參閱。
- 如果是容量各不相同的硬碟，請依照機槽的順序以及容量最低到最高的順序來安裝硬碟。
- 同一個 RAID 陣列中的硬碟必須類型相同、大小相同且容量相同。

程序

步驟 1. 如果機槽中安裝了硬碟填充板，請將其卸下。請妥善保存硬碟填充板，以供日後使用。

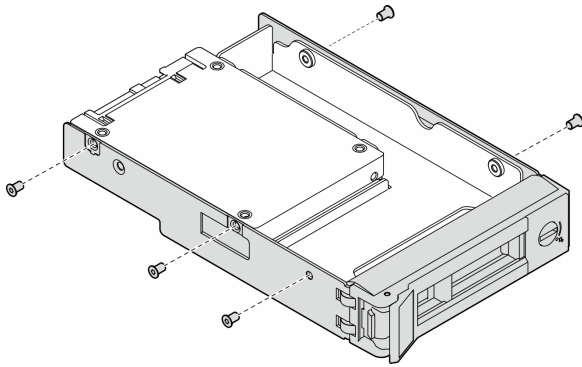
步驟 2. （選用）如有需要，請將 2.5 吋硬碟安裝到 3.5 吋硬碟匣中。

- 將 2.5 吋硬碟放入 2.5 吋轉 3.5 吋硬碟配接器。
- 將硬碟上的兩個螺絲孔對齊硬碟配接器上的對應孔；然後，安裝兩個螺絲將硬碟固定在硬碟配接器中。



圖例 38. 將 2.5 吋硬碟安裝到硬碟配接器中

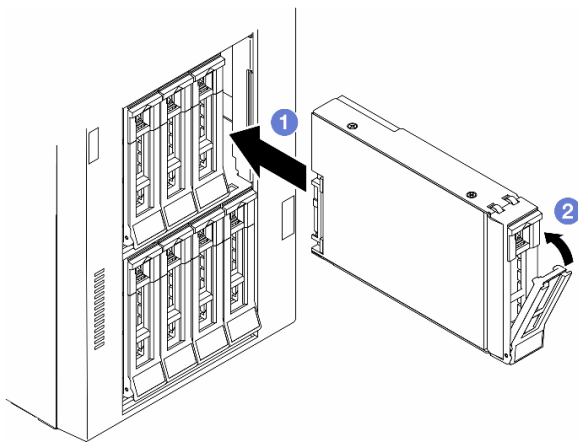
- 將裝有硬碟的硬碟配接器放入 3.5 吋機槽。將硬碟配接器和硬碟上的螺絲孔對齊匣上的對應孔；然後，安裝五個螺絲將硬碟配接器和硬碟固定在匣中。



圖例 39. 安裝固定 2.5 吋硬碟和硬碟配接器的螺絲

步驟 3. 將硬碟或硬碟匣從前方滑入機槽，直到卡入定位為止，然後將把手完全合上。

- a. ① 確定匣把手處於打開的位置。將硬碟滑入機槽中，直到卡入定位為止。
- b. ② 合上匣把手，將硬碟鎖定就位。



圖例 40. 安裝熱抽換硬碟

在您完成之後

1. 檢查硬碟狀態 LED，確認硬碟正常運作。
 - 如果硬碟的黃色硬碟狀態 LED 持續亮著，表示硬碟故障且必須更換。
 - 如果綠色硬碟活動 LED 閃爍，表示正在存取硬碟。
2. 如果已針對 RAID 作業透過 ThinkSystem RAID 配接卡配置伺服器，則在安裝硬碟之後，您可能必須重新配置磁碟陣列。如需 RAID 作業的相關資訊，以及有關使用 ThinkSystem RAID 配接卡的完整指示，請參閱 ThinkSystem RAID 配接卡文件。
3. 如果任何機槽空了，請用機槽填充板填充它們。

更換擴充框架

請依照本節中的指示卸下或安裝擴充框架。

附註：本節僅適用於已安裝擴充框架的伺服器型號。

卸下擴充框架

請依照本節中的指示卸下擴充框架。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。

程序

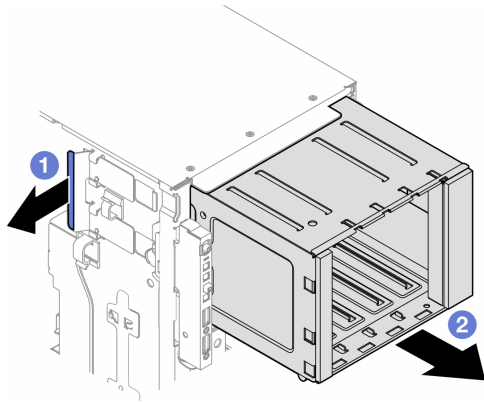
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。
- c. 卸下前方擋板。請參閱第 97 頁「卸下前方擋板」。
- d. 從機槽卸下所有已安裝的硬碟和機槽填充板（如果有的話）。請參閱第 74 頁「卸下熱抽換硬碟」。

步驟 2. 從背板拔除所有纜線。

步驟 3. 卸下擴充框架。

- a. ① 提起並握住藍色固定卡榫。
- b. ② 同時，小心地拉動擴充框架，直到它完全脫離機槽。



圖例 41. 卸下擴充框架

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 80 頁「安裝擴充框架」或第 126 頁「安裝光碟機機盒」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝擴充框架

請依照本節中的指示安裝擴充框架。

關於此作業

S002



警告：

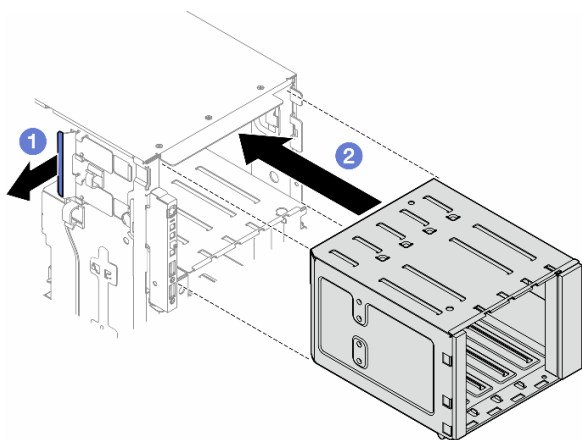
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

- 步驟 1. ① 提起並握住藍色固定卡榫。
- 步驟 2. ② 同時，小心地將擴充框架推入機槽，直至其卡入定位。



圖例 42. 安裝擴充框架

在您完成之後

1. 將纜線連接至背板。請參閱第 205 頁「3.5 吋硬碟纜線佈線」。
2. 將所有硬碟和機槽填充板（如果有的話）安裝在機槽中。請參閱第 76 頁「安裝熱抽換硬碟」。
3. 重新安裝前方擋板。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。
4. 重新安裝安全門。請參閱第 181 頁「安裝安全門」。
5. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換風扇和風扇機盒組件

請依照本節中的指示卸下或安裝熱抽換風扇模組和風扇機盒組件。

卸下風扇模組

請依照本節中的指示卸下風扇模組。

關於此作業

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

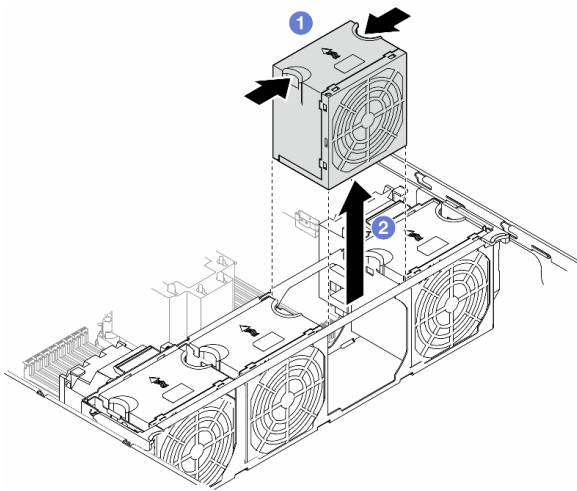
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。

步驟 2. 卸下風扇模組。

- a. ① 捏住風扇模組頂部的夾持點。
- b. ② 將風扇模組提起，從風扇機盒取出。



圖例 43. 卸下風扇模組

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。

注意：在通電狀態下，請在 30 秒內完成更換，以確保正常運作。

2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

卸下風扇機盒組件

請依照本節中的指示卸下風扇機盒組件。

關於此作業**S002**



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

附註：視特定配置而定，元件看起來可能與本節中的圖例不同。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

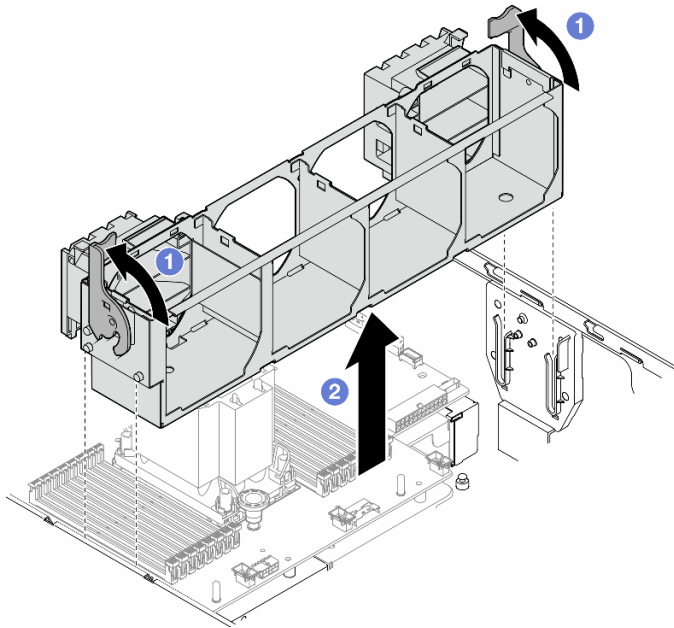
- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- e. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- f. 如有需要，請從風扇機盒卸下 PCIe 配接卡匣或 A2/L4 GPU 空氣導管（請參閱第 139 頁「卸下 FL PCIe 配接卡匣」和第 65 頁「卸下 A2/L4 GPU 空氣導管」）。

步驟 2. 卸下風扇機盒組件。

- a. ① 抬起風扇機盒鬆開門鎖，以使風扇機盒脫離機箱。
- b. ② 從機箱中抬起風扇機盒。



圖例 44. 卸下風扇機盒組件

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝風扇機盒組件

請依照本節中的指示安裝風扇機盒組件。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

附註：視特定配置而定，元件看起來可能與本節中的圖例不同。

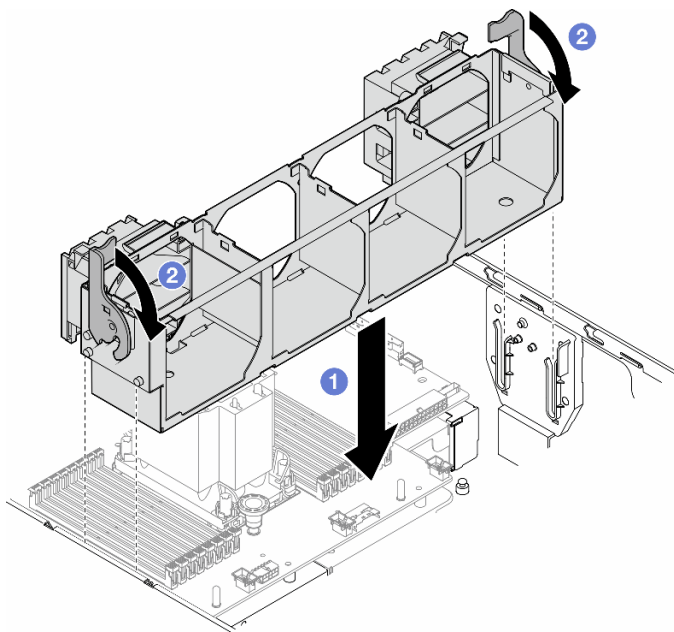
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 如有需要，請根據特定配置將 PCIe 配接卡匣或 A2/L4 GPU 空氣導管安裝到風扇機盒（請參閱第 141 頁「安裝 FL PCIe 配接卡匣」和第 66 頁「安裝 A2/L4 GPU 空氣導管」）。

步驟 2. 安裝風扇機盒。

- a. ① 將風扇機盒組件與伺服器兩側的插槽對齊，然後將它向下放入伺服器中。
- b. ② 將風扇機盒鬆開門鎖向下推到底。



圖例 45. 安裝風扇機盒組件

在您完成之後

1. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
2. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
3. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
4. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
5. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
6. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

安裝風扇模組

請依照本節中的指示安裝風扇模組。

關於此作業

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

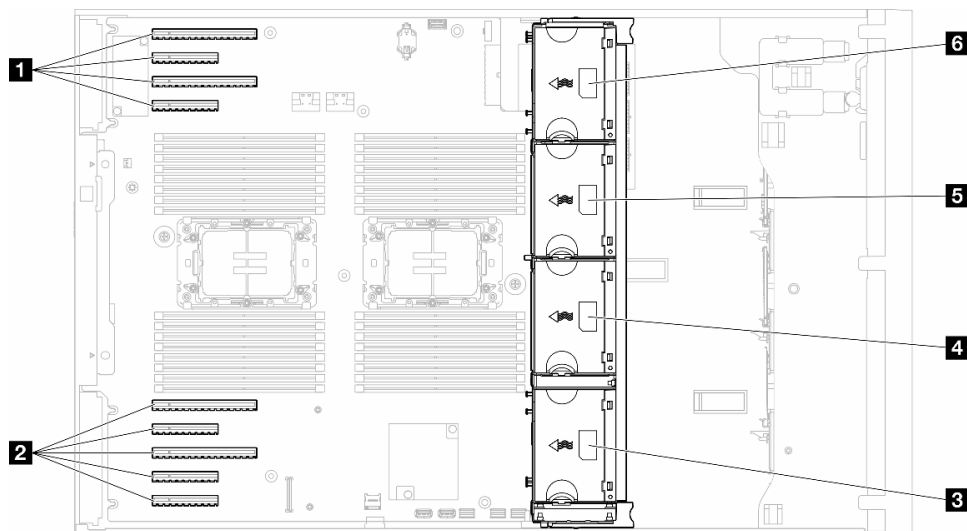
- 視特定類型而定，風扇模組看起來可能與本節中的圖例不同。
- 若要安裝一個或多個新的風扇模組，請遵循下面列出的技術規則：
 - 第 86 頁「系統風扇的技術規則」
 - 第 87 頁「一個處理器的風扇配置」
 - 第 89 頁「兩個處理器的風扇配置」
- 若要更換現有的風扇模組，請跳至安裝程序：第 89 頁「風扇模組的安裝程序」

系統風扇的技術規則

風扇必須根據伺服器的配置，以特定的順序進行安裝。

ThinkSystem ST650 V3 支援兩種類型的風扇：

- 單轉子 9238 熱抽換風扇
- 雙轉子 9256 熱抽換風扇



圖例 46. 風扇插槽位置

表格 22. PCIe 插槽和風扇插槽的位置

1 PCIe 插槽 1-4	4 風扇插槽 2
2 PCIe 插槽 5-9	5 風扇插槽 3
3 風扇插槽 1	6 風扇插槽 4

附註：

- 單轉子熱抽換風扇不能與雙轉子熱抽換風扇混用。
- 當系統電源關閉但仍插入 AC 電源時，插槽 4 中的風扇可能會以降低許多的速度繼續旋轉。此種系統設計是為了提供正常散熱。

一個處理器

僅安裝一個處理器時，支援 PCIe 插槽 1 至 4 和 9。如需一個處理器的 PCIe 插槽規則詳細資料，請參閱第 145 頁「一個處理器的 PCIe 安裝規則」。

如需一個處理器的 PCIe 安裝規則詳細資料，請參閱第 145 頁「一個處理器的 PCIe 安裝規則」。

表格 23. 一個處理器的風扇配置

風扇配置	說明
<ul style="list-style-type: none"> • 三個單轉子風扇（風扇插槽 1、2 和 4）。 • 一個風扇填充板（風扇插槽 3）。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援一個 CPU，TDP 小於 200 瓦特。 2. 支援容量小於 64 GB 的 RDIMM。 3. 不支援 GPU 配接卡。 4. 支援最多十六個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟（兩個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板）。 5. 支援最多八個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟（兩個 3.5 吋 SAS/SATA 背板）。 6. 不支援風扇備援。
<ul style="list-style-type: none"> • 三個雙轉子風扇（風扇插槽 1、2 和 4）。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援所有 CPU SKU。 2. 支援容量小於 128 GB 的 RDIMM。 3. 支援下列任一種 GPU 配接卡：

表格 23. 一個處理器的風扇配置 (繼續)

風扇配置	說明
<ul style="list-style-type: none"> • 一個風扇填充板 (風扇插槽 3)。 	<ul style="list-style-type: none"> • 最多四個單倍寬相同類型的 GPU。 • 最多兩個雙倍寬相同類型的 GPU。 <ol style="list-style-type: none"> 4. 支援最多十六個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟 (兩個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板)。 5. 支援最多八個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟 (兩個 3.5 吋 SAS/SATA 背板)。 6. 支援 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 機槽啟用套件。 7. 支援 ThinkSystem M.2 NVMe 2 機槽 RAID 啟用套件 8. 支援風扇備援。
<p>四個單轉子風扇 (風扇插槽 1、2、3 和 4)。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援一個 CPU，TDP 小於 200 瓦特。 2. 支援容量小於 64 GB 的 RDIMM。 3. 不支援 GPU 配接卡。 4. 支援最多三十二個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟 (四個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板)。 5. 支援最多十六個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟 (四個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板)。 6. 不支援風扇備援。
<ul style="list-style-type: none"> • 四個雙轉子風扇 (風扇插槽 1、2、3 和 4)。 • 所有 CPU SKU • 容量小於 64 GB 的 RDIMM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不支援 GPU 配接卡。 2. 支援最多三十二個 2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 (四個 2.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板)。 3. 支援最多十六個 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 (四個 3.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板) 4. 支援 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 機槽啟用套件。 5. 支援 ThinkSystem M.2 NVMe 2 機槽 RAID 啟用套件 6. 支援風扇備援。
<ul style="list-style-type: none"> • 四個雙轉子風扇 (風扇插槽 1、2、3 和 4)。 • 所有 CPU SKU • 容量小於 128 GB 的 RDIMM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援下列任一種 GPU 配接卡： <ul style="list-style-type: none"> • 最多四個單倍寬相同類型的 GPU。 • 最多兩個雙倍寬相同類型的 GPU。 2. 支援最多十六個 2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 (兩個 2.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板)。 3. 支援最多八個 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 (兩個 3.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板)。 4. 支援 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 機槽啟用套件。 5. 支援 ThinkSystem M.2 NVMe 2 機槽 RAID 啟用套件 6. 支援風扇備援。
<ul style="list-style-type: none"> • 四個雙轉子風扇 (風扇插槽 1、2、3 和 4)。 • CPU，TDP 小於 200 瓦特 • 容量小於 64 GB 的 RDIMM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支援最多四個 A2 或 L4 GPU。 2. 支援最多三十二個 2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 (四個 2.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板)。 3. 支援最多十六個 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟 (四個 3.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板)。 4. 支援 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 機槽啟用套件。 5. 支援 ThinkSystem M.2 NVMe 2 機槽 RAID 啟用套件 6. 支援風扇備援。

兩個處理器

如需兩個處理器的 PCIe 安裝規則詳細資料，請參閱第 146 頁「兩個處理器的 PCIe 安裝規則」。

表格 24. 兩個處理器的風扇配置

風扇配置	說明
四個單轉子風扇（風扇插槽 1、2、3 和 4）。	<ol style="list-style-type: none">1. 支援兩個 CPU，TDP 小於 200 瓦特。2. 支援容量小於 64 GB 的 RDIMM。3. 不支援 GPU 配接卡。4. 支援最多三十二個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟（四個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板）。5. 支援最多十六個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟（四個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板）。6. 不支援風扇備援。 不支援風扇備援。
<ul style="list-style-type: none">• 四個雙轉子風扇（風扇插槽 1、2、3 和 4）。• 容量小於 64 GB 的 RDIMM• 兩個 CPU，TDP 小於 200 瓦特	<ol style="list-style-type: none">1. 支援最多八個 A2 或 L4 GPU。2. 支援最多三十二個 2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟（四個 2.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板）。3. 支援最多十六個 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟（四個 3.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板）。4. 支援 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 機槽啟用套件。5. 支援 ThinkSystem M.2 NVMe 2 機槽 RAID 啟用套件6. 支援風扇備援。
<ul style="list-style-type: none">• 四個雙轉子風扇（風扇插槽 1、2、3 和 4）。• 兩個 CPU 的所有 CPU SKU• 容量小於 128 GB 的 RDIMM	<ol style="list-style-type: none">1. 支援下面列出的 GPU 配接卡：<ul style="list-style-type: none">• 最多八個單倍寬 GPU。• 最多四個雙倍寬 GPU。• 最多四個單倍寬 GPU 和兩個雙倍寬 GPU。• ThinkSystem ST650 V3 不支援在 PCIe 插槽 1 和 4 或插槽 5 和 8 之間混合使用 GPU。<ul style="list-style-type: none">— 將 GPU 安裝在 PCIe 插槽 1 和 4 之間時，只有相同類型的 GPU 可以安裝在 1 和 4 之間的其他插槽。— 將 GPU 安裝在 PCIe 插槽 5 和 8 之間時，只有相同類型的 GPU 可以安裝在 5 和 8 之間的其他插槽。• 如需關於 GPU 安裝的技術規則詳細資料，請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。2. 支援最多十六個 2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟（兩個 2.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板）。3. 支援最多八個 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 硬碟（兩個 3.5 吋 SAS/SATA 或 AnyBay 硬碟背板）。4. 支援 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 機槽啟用套件。5. 支援 ThinkSystem M.2 NVMe 2 機槽 RAID 啟用套件6. 支援風扇備援。

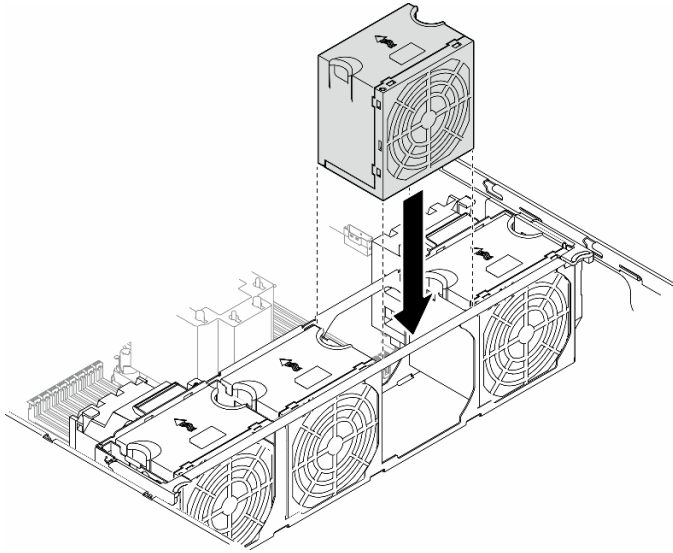
安裝程序

請依照本節中的指示安裝風扇模組。

附註：視特定配置而定，元件看起來可能與本節中的圖例不同。

程序

- 步驟 1. 在風扇機盒中找出要安裝風扇模組的插槽。
- 步驟 2. 將風扇模組對齊風扇機盒中的風扇插槽上方。
- 步驟 3. 將風扇模組推入風扇機盒，直到卡入定位為止。



圖例 47. 安裝風扇模組

完成此作業後

1. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
2. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

快閃記憶體電源模組更換

請依照本節中的指示卸下或安裝快閃記憶體電源模組。

快閃記憶體電源模組可以保護已安裝之 RAID 配接卡的快取記憶體。可以從 Lenovo 購買快閃記憶體電源模組。

如需支援的選配產品清單，請參閱：<https://serverproven.lenovo.com>

卸下快閃記憶體電源模組

請依照本節中的指示卸下快閃記憶體電源模組。

關於此作業

S002



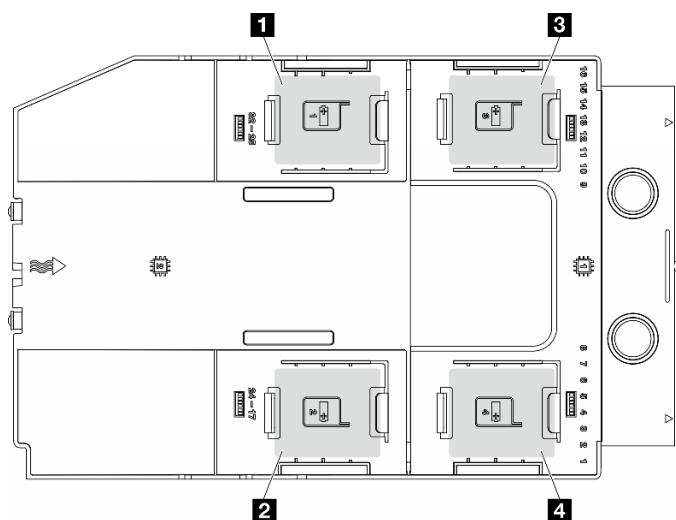
警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

找出空氣擋板上的快閃記憶體電源模組插槽。



圖例 48. 快閃記憶體電源模組插槽的位置

表格 25. 空氣擋板上的快閃記憶體電源模組插槽位置

1 快閃記憶體 電源模組插槽 1	3 快閃記憶體 電源模組插槽 3
2 快閃記憶體 電源模組插槽 2	4 快閃記憶體 電源模組插槽 4

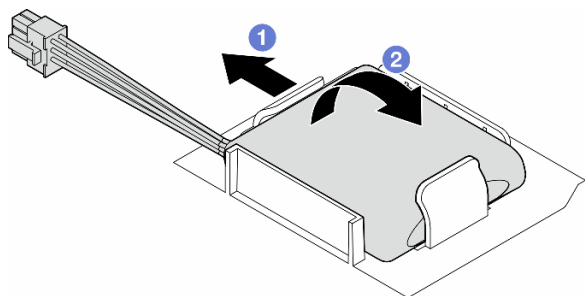
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。

步驟 2. 卸下快閃記憶體電源模組。

- a. ① 如圖所示，輕輕地按壓固定夾。
- b. ② 從匣上抬起快閃記憶體電源模組。



圖例 49. 卸下快閃記憶體電源模組

步驟 3. 拔掉 RAID 配接卡上的快閃記憶體電源模組纜線。

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝快閃記憶體電源模組

請依照本節中的指示安裝快閃記憶體電源模組。

關於此作業

S002



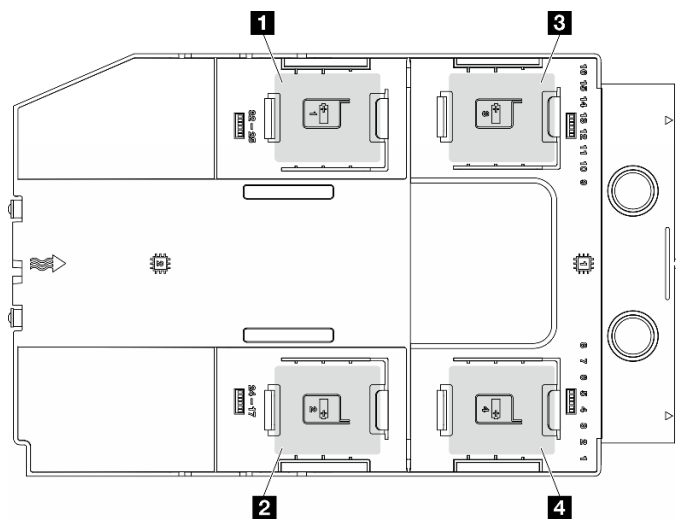
警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

找出空氣擋板上的快閃記憶體電源模組插槽。



圖例 50. 快閃記憶體電源模組插槽的位置

表格 26. 空氣擋板上的快閃記憶體電源模組插槽位置

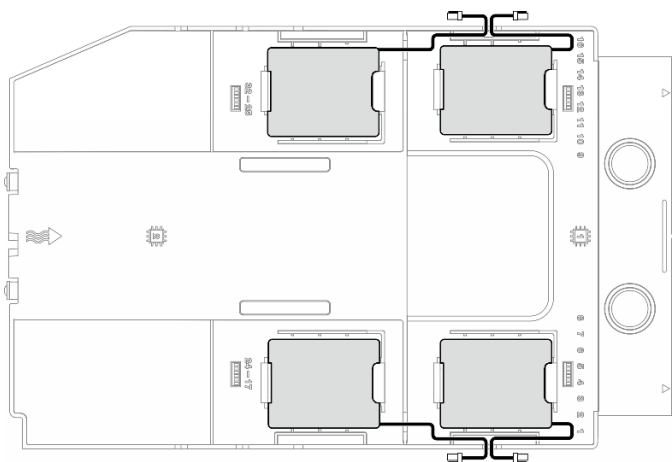
1 快閃記憶體 電源模組插槽 1	3 快閃記憶體 電源模組插槽 3
2 快閃記憶體 電源模組插槽 2	4 快閃記憶體 電源模組插槽 4

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。

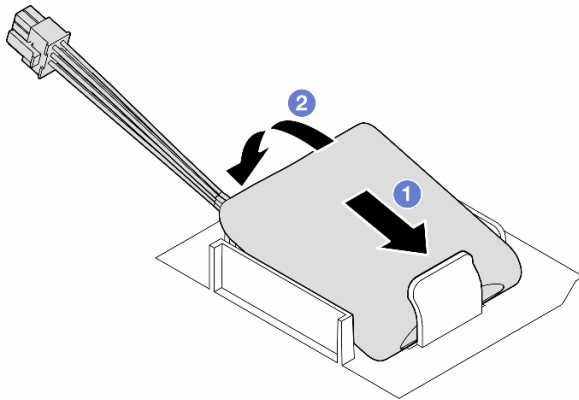
步驟 2. 為快閃記憶體電源模組纜線佈線，然後將其連接至 RAID 配接卡。



圖例 51. 快閃記憶體電源模組纜線佈線

步驟 3. 安裝快閃記憶體電源模組。

- a. ① 記下快閃記憶體電源模組的方向；接著如圖所示，將快閃記憶體電源模組的一側輕輕插入固定夾。
- b. ② 壓下快閃記憶體電源模組的另外一邊，直到它卡入定位為止。



圖例 52. 安裝快閃記憶體電源模組

在您完成之後

1. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換腳架

請依照本節中的指示卸下或安裝腳架。

附註：本節僅適用於已安裝腳架的伺服器型號。

卸下腳架

請依照本節中的指示卸下腳架。

關於此作業

S033



警告：

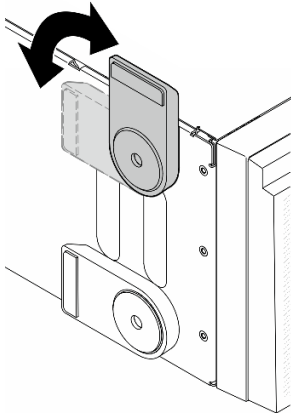
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

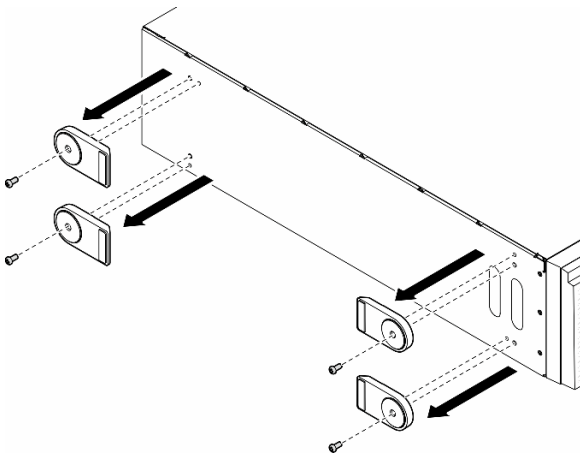
程序

步驟 1. 對於每個腳架，向內旋轉腳架；接著，將伺服器側放旁邊。



圖例 53. 調整腳架

步驟 2. 對於每個腳架，鬆開固定腳架的螺絲；接著，從機箱卸下腳架。



圖例 54. 卸下腳架

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 95 頁「安裝腳架」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝腳架

請依照本節中的指示安裝腳架。

關於此作業

S033



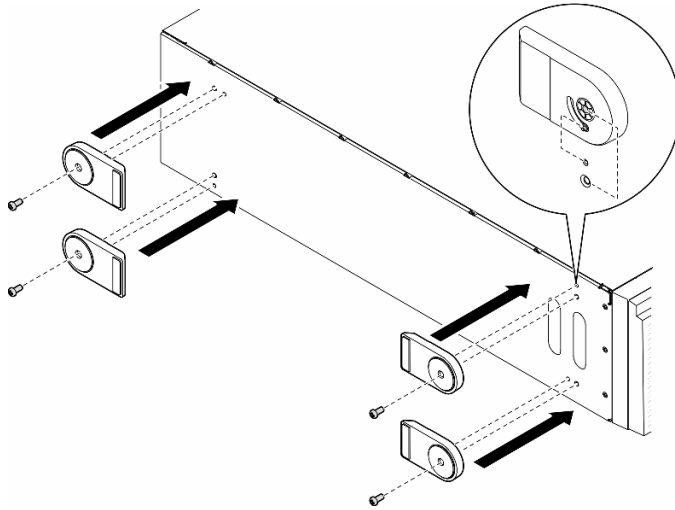
警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

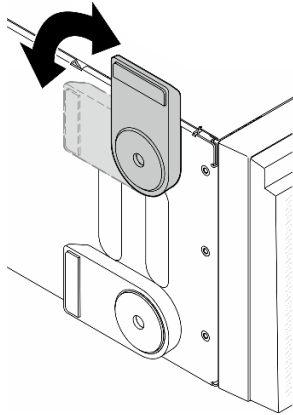
程序

步驟 1. 對於每個腳架，小心地將腳架上的插腳和螺絲孔對齊機箱的對應孔洞；然後，鎖緊螺絲以固定腳架。



圖例 55. 安裝腳架

步驟 2. 對於每個腳架，將腳架向外旋轉。



圖例 56. 調整腳架

重要事項：為了協助伺服器站穩，所安裝的腳架務必要旋轉向外。

完成此作業後

完成零件更換。請參閱第 197 頁「[完成零件更換](#)」。

更換前方擋板

請依照本節中的指示卸下或安裝前方擋板。

卸下前方擋板

請依照本節中的指示卸下前方擋板。

關於此作業

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「[安裝準則](#)」和第 42 頁「[安全檢驗核對清單](#)」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

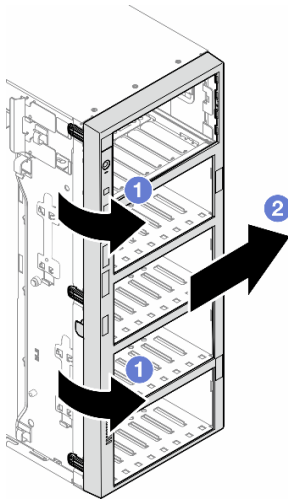
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。

步驟 2. 卸下前方擋板。

- a. ❶ 拉起三個塑膠卡栓，使擋板的左側從機箱鬆開。
- b. ❷ 依照所示，旋轉擋板，將其從機箱卸下。



圖例 57. 卸下前方擋板

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝前方擋板

請依照本節中的指示安裝前方擋板。

關於此作業

S033



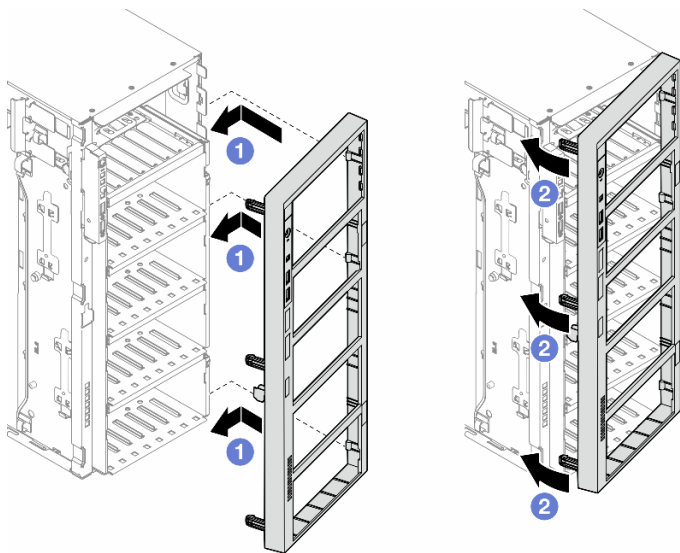
警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

- 步驟 1. ① 將前方擋板右側的三個塑膠卡栓對齊機箱中的對應孔；然後，將擋板的右側安裝到定位。
- 步驟 2. ② 將前方擋板向內旋轉，直到其左側卡入定位。



圖例 58. 安裝前方擋板

完成此作業後

1. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
2. 重新安裝安全門。請參閱第 181 頁「安裝安全門」。
3. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換正面 I/O 模組

請依照本節中的指示卸下或安裝正面 I/O 模組。

卸下正面 I/O 模組

請依照本節中的指示卸下正面 I/O 模組。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。
- b. 卸下前方擋板。請參閱第 97 頁「卸下前方擋板」。
- c. 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。
- d. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- e. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- f. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- g. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- h. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

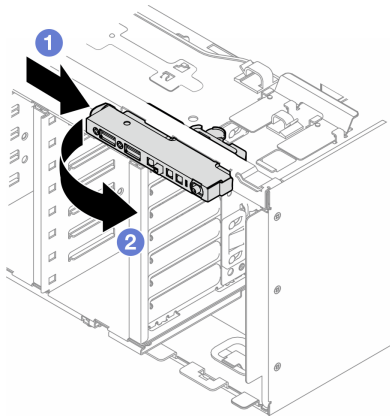
注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- i. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。

步驟 2. 找出正面 I/O 模組，從主機板拔掉纜線；然後，從纜線夾卸下纜線。請參閱第 259 頁「正面 I/O 模組纜線佈線」。

步驟 3. 卸下正面 I/O 模組。

- a. ① 如所示方向，按下鬆開卡榫。
- b. ② 將正面 I/O 模組向外拉；然後，將纜線拉出，將正面 I/O 模組完全從機箱中取出。



圖例 59. 卸下正面 I/O 模組

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 101 頁「安裝正面 I/O 模組」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝正面 I/O 模組

請依照本節中的指示安裝正面 I/O 模組。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

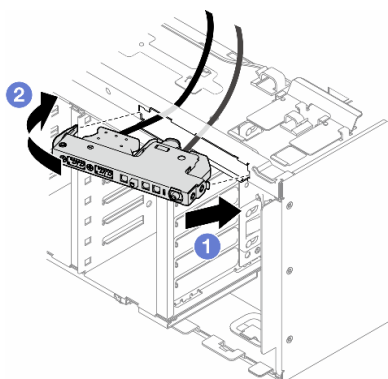
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. 將正面 I/O 模組的纜線佈線穿過對應的機箱孔洞。

步驟 2. 安裝正面 I/O 模組。

- a. ① 將正面 I/O 模組頂面的卡榫對齊機箱中對應孔的一側。
- b. ② 將正面 I/O 模組推入，直到卡入定位為止。



圖例 60. 安裝正面 I/O 模組

步驟 3. 小心地從固定的正面 I/O 模組，沿著纜線夾佈線纜線；然後，將纜線連接到主機板上的對應接頭。請參閱第 259 頁「正面 I/O 模組纜線佈線」。

完成此作業後

1. 如有需要，請重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

2. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

3. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
4. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
5. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
6. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
7. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
8. 重新安裝前方擋板。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。
9. 重新安裝安全門。請參閱第 181 頁「安裝安全門」。
10. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 FL GPU 填充板

請依照本節中的指示卸下或安裝全長 GPU 填充板。

卸下 FL GPU 填充板

請依照本節中的指示卸下全長 GPU 填充板。

關於此作業

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

S017



警告：

附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

注意：

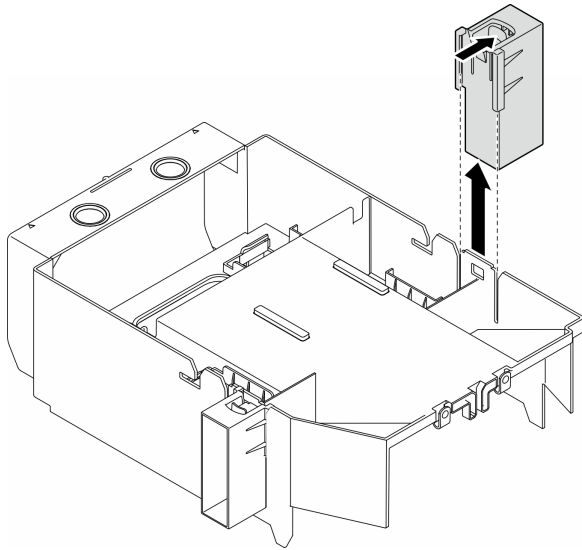
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。

步驟 2. 按住門鎖，將 FL GPU 填充板從空氣擋板鬆開並卸下。



圖例 61. 卸下 FL GPU 填充板

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 103 頁「安裝 FL GPU 填充板」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 FL GPU 填充板

請依照本節中的指示安裝全長 GPU 填充板。

關於此作業

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

S017



警告：

附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

- 當 PCIe 插槽 1 和 4 或插槽 5 和 8 之間只安裝了一個 FL GPU 時，需要在 FL GPU 同側的空氣擋板上安裝一個或兩個 **FL GPU 填充板**，以維持適當散熱和氣流。
- 需要安裝一個或兩個 **FL PCIe 配接卡匣**，以對應要安裝 FL GPU 配接卡的 PCIe 插槽。

如需關於 GPU 安裝的技術規則詳細資訊，請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。

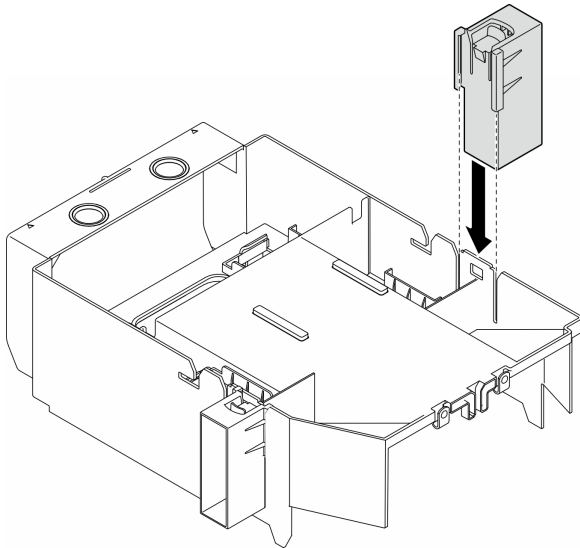
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 如有需要，請安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。

步驟 2. 將 FL GPU 填充板對齊空氣擋板上的對應插槽。

步驟 3. 將 GPU 填充板插入空氣擋板，直到其卡入定位



圖例 62. 安裝 FL GPU 填充板

完成此作業後

1. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
2. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換內部 CFF HBA/RAID 配接卡

請依照本節中的指示卸下或安裝內部 CFF HBA、RAID 配接卡或 RAID 擴充器配接卡。

卸下內部 CFF 配接卡

請依照本節中的指示卸下內部 CFF HBA、RAID 配接卡或 RAID 擴充器配接卡。

關於此作業

S002



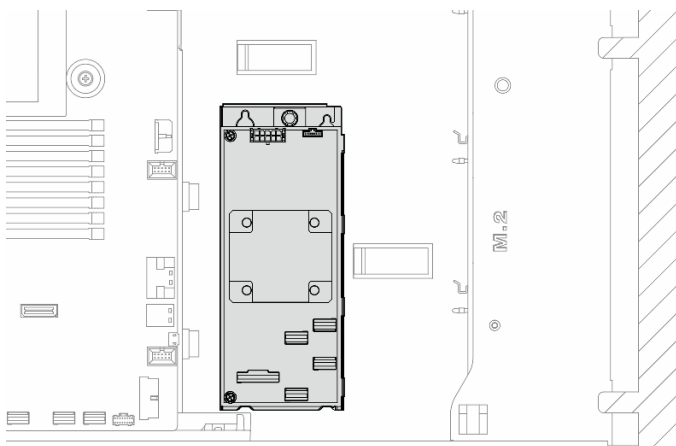
警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

內部 CFF 配接卡的位置。



圖例 63. 內部 CFF 配接卡的位置

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 如有需要，請卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- e. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

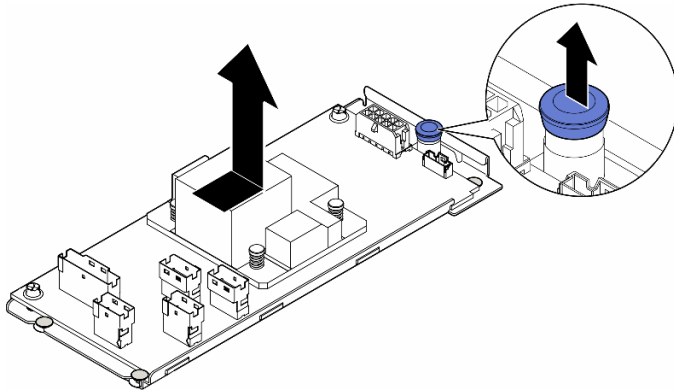
注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- f. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
- g. 卸下所有 PCIe 配接卡（如果有的話）。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。

步驟 2. 從 CFF 配接卡拔掉所有的纜線。

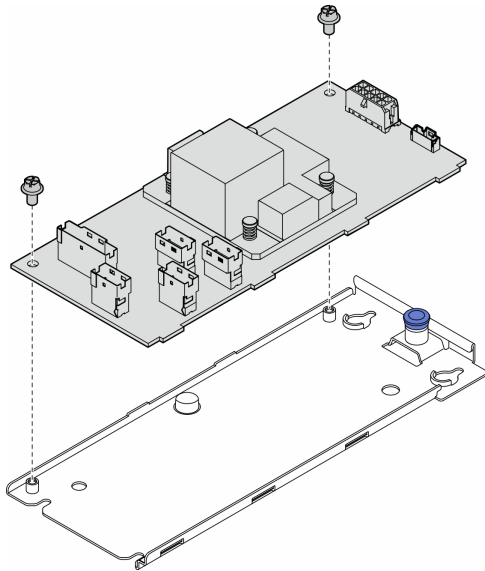
步驟 3. 拉起鬆開插腳。

步驟 4. 將 CFF 配接卡輕輕滑向插腳，然後小心地將其從機箱中拿出。



圖例 64. 卸下內部 CFF 配接卡

步驟 5. 如有需要，請鬆開 CFF 配接卡上的兩顆螺絲，將其與匣分離。



圖例 65. 將內部 CFF 配接卡從匣上卸下

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 107 頁「安裝內部 CFF 配接卡」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝內部 CFF 配接卡

請依照本節中的指示安裝內部 CFF HBA、RAID 配接卡或 RAID 擴充器配接卡。

關於此作業

S002



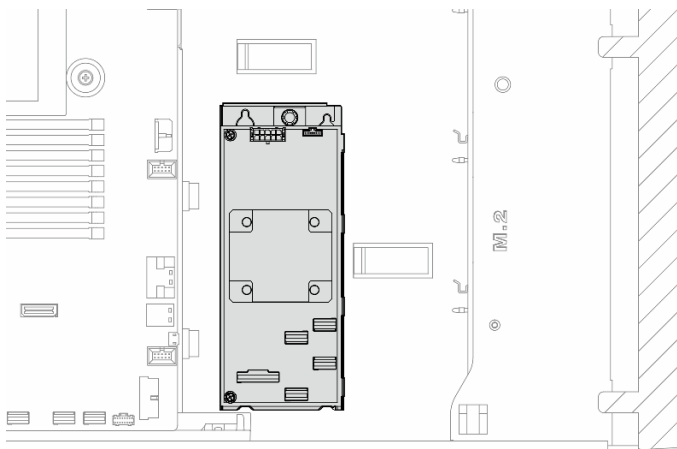
警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

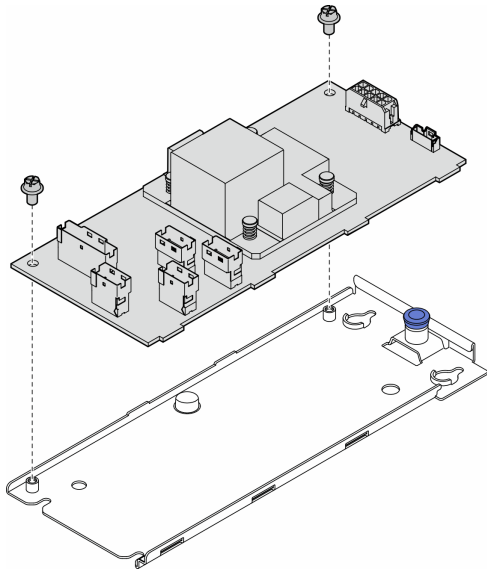
內部 CFF 配接卡的位置。



圖例 66. 內部 CFF 配接卡的位置

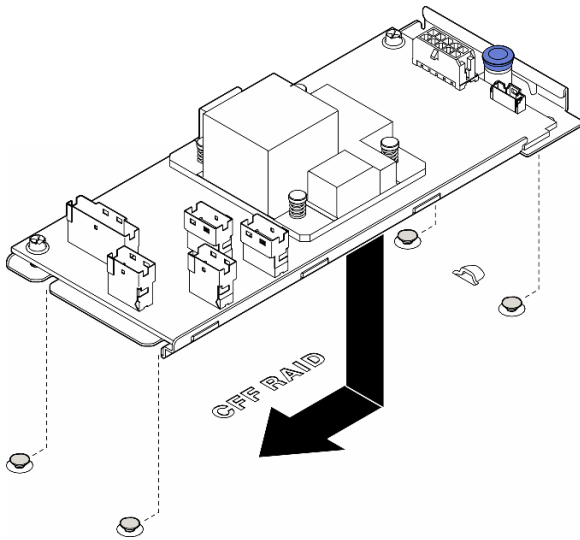
程序

- 步驟 1. 將 CFF 配接卡上的小孔對齊配接卡匣上的小孔，將 CFF 配接卡放在匣上；然後，鎖緊螺絲以固定 CFF 配接卡。



圖例 67. 將內部 CFF 配接卡安裝在其匣上

步驟 2. 將匣上的缺口對齊機箱上的插腳；然後，將 CFF 配接卡放下並滑動到一側以將其固定到機箱。



圖例 68. 安裝內部 CFF 配接卡

步驟 3. 關閉鬆開插腳，將 CFF 配接卡固定到位。

步驟 4. 請參閱伺服器配置並將纜線連接到 CFF 配接卡。請參閱第 205 頁「3.5 吋硬碟纜線佈線」或第 231 頁「2.5 吋硬碟纜線佈線」。

在您完成之後

1. 如有需要，請重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
- 2.

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。
- 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
 - 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
 - 重新連接已拔下的所有纜線。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」。
 - 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
 - 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
 - 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
 - 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換入侵開關

請依照本節中的指示卸下或安裝入侵開關。入侵開關可在伺服器蓋板沒有正確安裝或關閉時，在系統事件日誌 (SEL) 中建立事件通知您。

卸下入侵開關

請依照本節中的指示卸下入侵開關。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

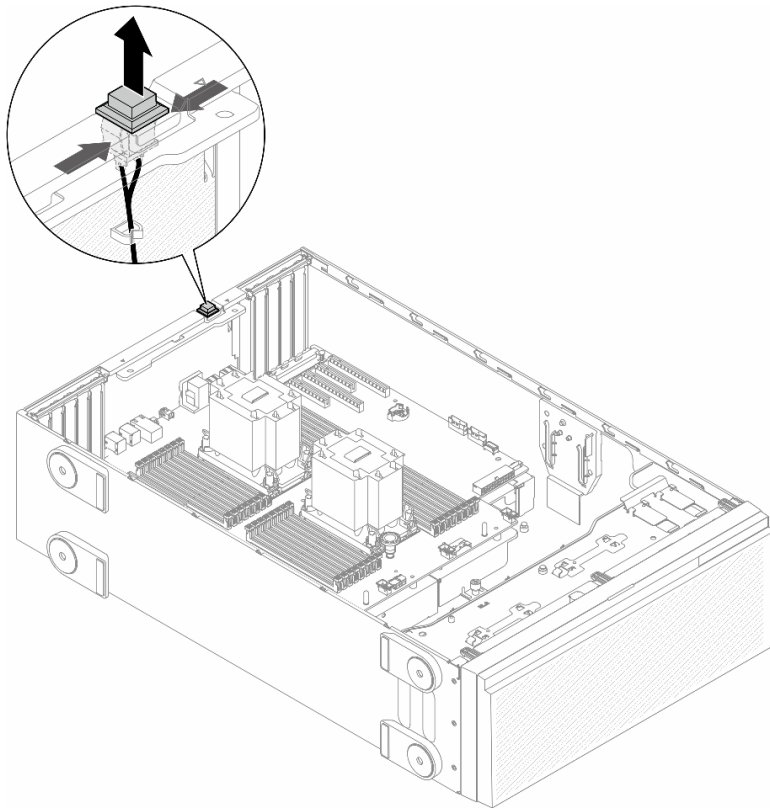
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。

步驟 2. 拔掉主機板上的入侵開關纜線。

步驟 3. 將入侵開關上的兩個夾片朝彼此按壓；然後，小心地將入侵開關從框中拉出。



圖例 69. 卸下入侵開關

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 110 頁「安裝入侵開關」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝入侵開關

請依照本節中的指示安裝入侵開關。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

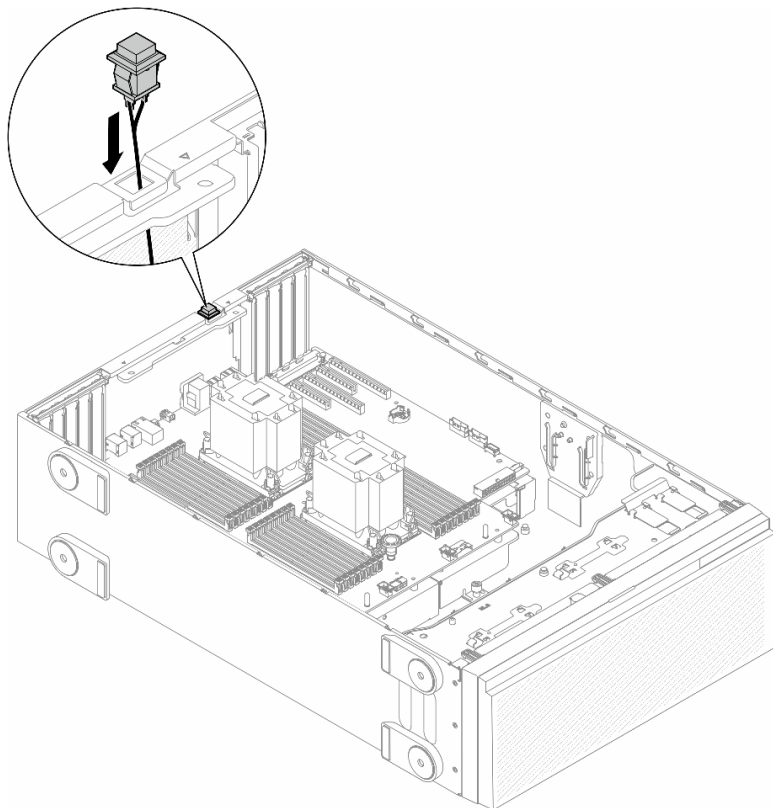
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。

- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. 依序將新入侵開關的纜線和入侵開關框上的卡榫插入機箱上的對應孔。然後，將入侵開關向內推入直到固定到位。



圖例 70. 安裝入侵開關

步驟 2. 將入侵開關纜線連接到主機板。請參閱第 26 頁「主機板接頭」。

完成此作業後

1. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
2. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
3. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
4. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 M.2 硬碟和 M.2 開機配接卡

請依照本節中的指示卸下或安裝 M.2 硬碟和 M.2 開機配接卡。

卸下 M.2 硬碟

請依照本節中的指示卸下 M.2 硬碟。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

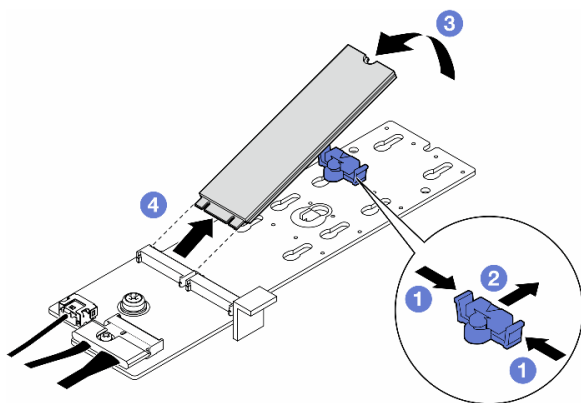
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。

步驟 2. 卸下 M.2 硬碟。

- a. ① 捏住 M.2 硬碟固定夾。
- b. ② 將固定器向後滑動，以從 M.2 開機配接卡鬆開 M.2 硬碟。
- c. ③ 轉動 M.2 硬碟的後側，使其脫離 M.2 開機配接卡。
- d. ④ 以大約 30 度角，將 M.2 硬碟從插槽拉開



圖例 71. 卸下 M.2 硬碟

完成此作業後

1. 如有需要，請繼續卸下 M.2 開機配接卡。請參閱第 113 頁「卸下 M.2 開機配接卡」。
2. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 117 頁「安裝 M.2 硬碟」。
3. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

卸下 M.2 開機配接卡

請依照本節中的指示卸下 M.2 開機配接卡。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

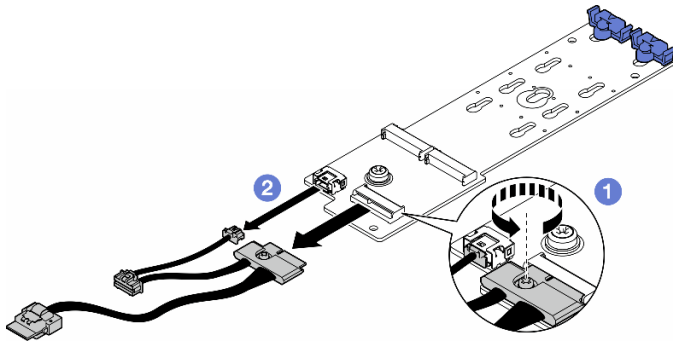
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 從 M.2 開機配接卡卸下所有 M.2 硬碟。請參閱第 112 頁「卸下 M.2 硬碟」。

步驟 2. 從 M.2 開機配接卡拔掉所有纜線。

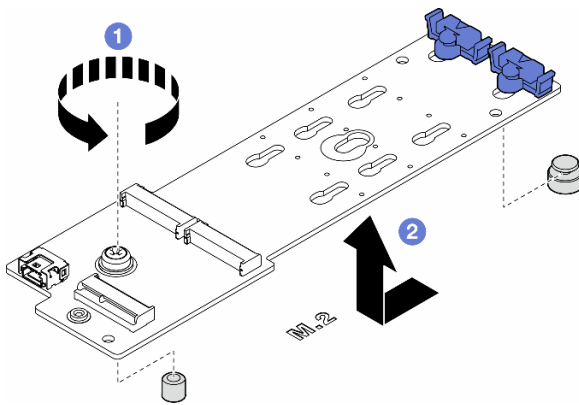
- a. ① 鬆開將 M.2 信號線固定在 M.2 開機配接卡的螺絲。
- b. ② 拔掉所有纜線。



圖例 72. 卸下 M.2 信號線

步驟 3. 卸下 M.2 開機配接卡。

- a. ① 鬆開將 M.2 開機配接卡固定在機箱的螺絲。
- b. ② 將 M.2 開機配接卡稍微滑向 M.2 螺絲孔的一側；然後，小心地將 M.2 配接卡從後方插腳上抬起。



圖例 73. 卸下 M.2 開機配接卡

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 114 頁「安裝 M.2 開機配接卡」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 M.2 開機配接卡

請依照本節中的指示安裝 M.2 開機配接卡。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

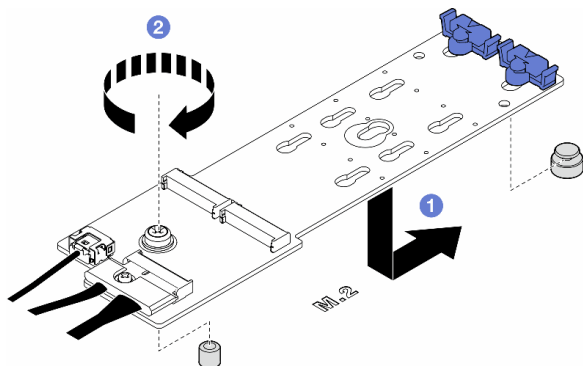
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. 安裝 M.2 開機配接卡。

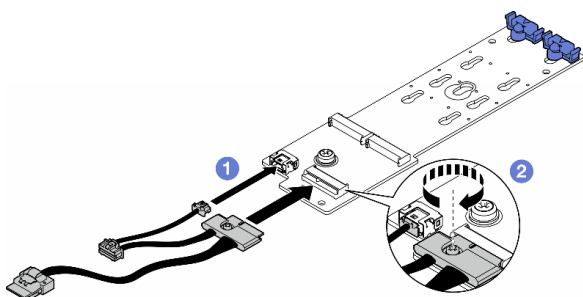
- 1 將 M.2 開機配接卡朝向後方插腳插入。
- 2 鎖緊將 M.2 開機配接卡固定在機箱的螺絲。



圖例 74. 安裝 M.2 開機配接卡

步驟 2. 將纜線連接到 M.2 開機配接卡。

- 1 將所有纜線連接到 M.2 開機配接卡。
- 2 鎖緊將 M.2 信號線固定在 M.2 開機配接卡的螺絲。



圖例 75. 安裝 M.2 信號線

步驟 3. 將電源線與信號線連接至主機板。請參閱第 260 頁「電源配送板和 M.2 配接卡」。

完成此作業後

1. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。

2. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

調整 M.2 開機配接卡上的固定器

請依照本節中的指示調整 M.2 開機配接卡上的固定器。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：M.2 開機配接卡看起來可能與本節中的圖例不同，但調整方法完全相同。

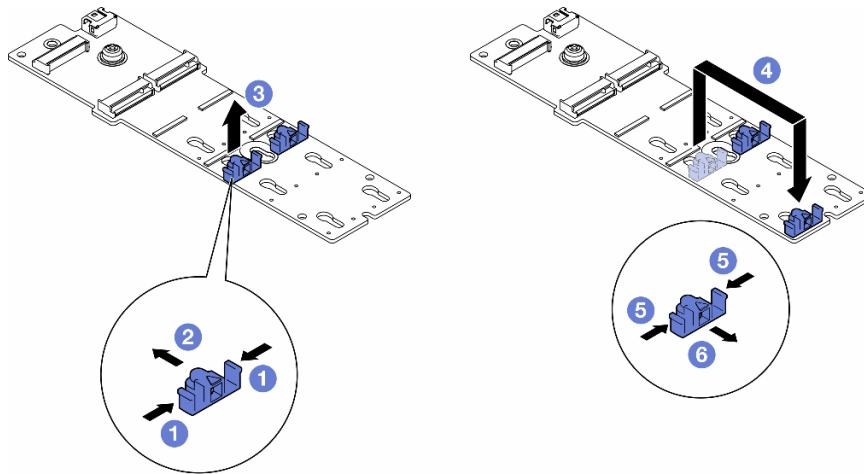
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 根據 M.2 硬碟的大小找出固定器的正確鎖孔。

步驟 2. 調整 M.2 開機配接卡上的固定器。

- a. ① 捏住固定器的兩側。
- b. ② 將固定器滑向鎖孔的大開口。
- c. ③ 將固定器從鎖孔中取出。
- d. ④ 將固定器插入要安裝的鎖孔中。
- e. ⑤ 捏住固定器的兩側。
- f. ⑥ 將固定器滑向鎖孔的小開口直到其就定位為止。



圖例 76. 調整 M.2 固定器

安裝 M.2 硬碟

請依照本節中的指示將 M.2 硬碟安裝到 M.2 開機配接卡上。

關於此作業

S002



警告：

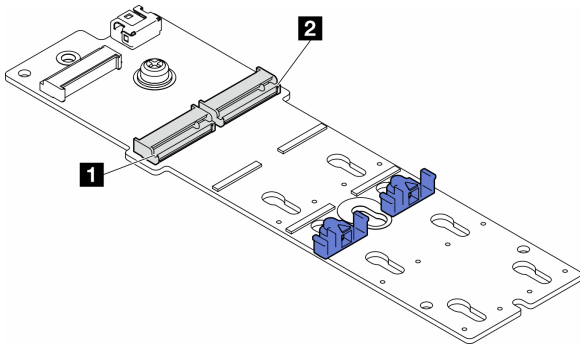
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

在 M.2 開機配接卡上找出 M.2 硬碟插槽。

附註：某些 M.2 配接卡支援兩部相同的 M.2 硬碟。先將 M.2 硬碟安裝在插槽 0 中。



圖例 77. M.2 配接卡上的 M.2 硬碟插槽

表格 27. 在 M.2 開機配接卡上的 M.2 硬碟插槽位置

1 M.2 開機配接卡插槽 0	2 M.2 開機配接卡插槽 1
-----------------	-----------------

程序

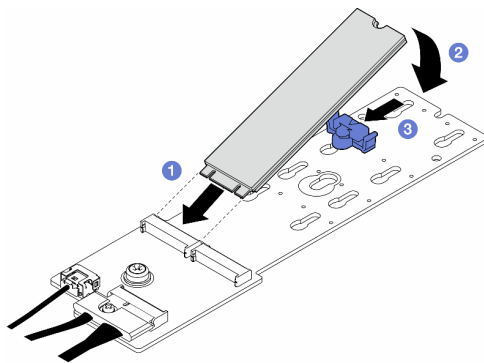
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 調整 M.2 開機配接卡上的固定器以容納要安裝的 M.2 硬碟。請參閱第 116 頁「調整 M.2 開機配接卡上的固定器」。

步驟 2. 安裝 M.2 硬碟。

- a. ① 以大約 30 度角，將 M.2 硬碟插入插槽中。
- b. ② 向下轉動 M.2 硬碟，直到 M.2 硬碟末端的缺口與固定器的唇緣接合。
- c. ③ 將固定器滑向 M.2 硬碟以固定。

附註： M.2 硬碟看起來可能與本節中的圖例不同



圖例 78. 安裝 M.2 硬碟

完成此作業後

1. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
2. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換記憶體模組

請依照本節中的指示卸下或安裝記憶體模組。

卸下記憶體模組

請依照本節中的指示卸下記憶體模組。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。
- 記憶體模組對靜電很敏感，需要特殊處理。請參閱第 43 頁「處理靜電敏感裝置」的標準準則：
 - 卸下或安裝記憶體模組時，一律佩戴靜電放電腕帶。也可以使用靜電放電手套。
 - 絕對不要同時拿兩個以上的記憶體模組，否則會造成其互相碰觸。在儲存期間，請勿將記憶體模組直接彼此堆疊。
 - 絕不要碰觸記憶體模組接頭的金色接點，或是讓這些接點與記憶體模組接頭外罩外部碰觸。
 - 小心處理記憶體模組：絕不要使記憶體模組彎折、扭轉或掉落。
 - 請勿使用任何金屬工具（例如模具或夾具）來處理記憶體模組，因為剛性金屬可能會損壞記憶體模組。
 - 請勿在拿著包裝或被動元件時插入記憶體模組，這可能會由於插入時的大量力道而造成包裝破裂或被動元件分離。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- e. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

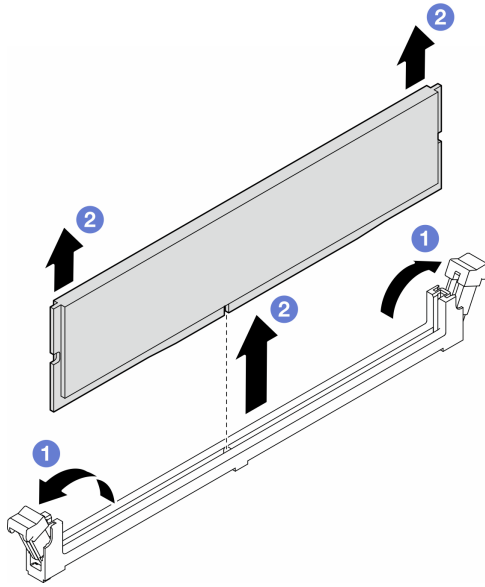
注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- f. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。

步驟 2. 從插槽移除記憶體模組。

注意：為避免折斷固定夾或損壞記憶體模組插槽，請小心處理固定夾。

- a. ① 打開記憶體模組插槽兩端的固定夾。
- b. ② 握住記憶體模組的兩端，然後小心地從插槽中抬起。



圖例 79. 卸下記憶體模組

完成此作業後

- 安裝替換裝置。請參閱第 120 頁「安裝記憶體模組」。
- 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝記憶體模組

請依照本節中的指示安裝記憶體模組。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 確保採用第 44 頁「記憶體模組安裝規則和順序」中所列支援的配置之一。
- 記憶體模組對靜電很敏感，需要特殊處理。請參閱第 43 頁「處理靜電敏感裝置」的標準準則：
 - 卸下或安裝記憶體模組時，一律佩戴靜電放電腕帶。也可以使用靜電放電手套。
 - 絕對不要同時拿兩個以上的記憶體模組，否則會造成其互相碰觸。在儲存期間，請勿將記憶體模組直接彼此堆疊。
 - 絕不要碰觸記憶體模組接頭的金色接點，或是讓這些接點與記憶體模組接頭外罩外部碰觸。

- 小心處理記憶體模組：絕不要使記憶體模組彎折、扭轉或掉落。
- 請勿使用任何金屬工具（例如模具或夾具）來處理記憶體模組，因為剛性金屬可能會損壞記憶體模組。
- 請勿在拿著包裝或被動元件時插入記憶體模組，這可能會由於插入時的大量力道而造成包裝破裂或被動元件分離。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- 將裝有記憶體模組的防靜電保護袋與伺服器外部任何未上漆的表面進行接觸。然後從保護袋中取出記憶體模組，並將其放置在防靜電表面上。
- 在主機板上找出所需的記憶體模組插槽。

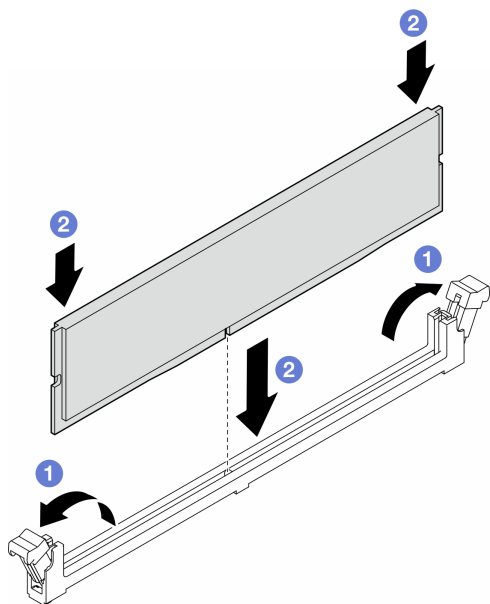
步驟 2. 將記憶體模組安裝在插槽中。

- ① 打開記憶體模組插槽兩端的固定夾。

注意：為避免折斷固定夾或損壞記憶體模組插槽，請小心處理固定夾。

- ② 將記憶體模組對齊插槽，然後用雙手輕輕將記憶體模組放在插槽上。
- ③ 用力將記憶體模組的兩端垂直下壓至插槽中，直到固定夾卡入鎖定位置為止。

附註：如果記憶體模組與固定夾之間留有空隙，表示記憶體模組沒有正確插入。在此情況下，請打開固定夾、卸下記憶體模組，然後將其重新插入。



圖例 80. 安裝記憶體模組

在您完成之後

- 如有需要，請重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

附註：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- 如有需要，請重新安裝所有風扇。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
- 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
- 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
- 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。

6. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
7. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 GPU 配接卡鏈結橋接器 (NVLink 橋接器)

請依照本節中的指示卸下或安裝 GPU 配接卡鏈結橋接器，也稱為 NVLink 橋接器。

卸下 GPU 配接卡鏈結 (NVLink) 橋接器

請依照本節中的指示卸下 GPU 配接卡鏈結橋接器，也稱為 NVLink 橋接器。

關於此作業

重要事項：務必備妥可用於正確卸下 NVLink 橋接器的吸盤。

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

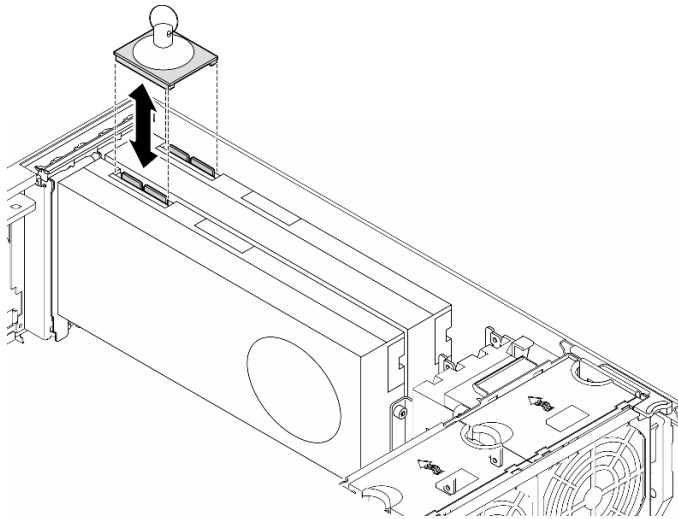
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

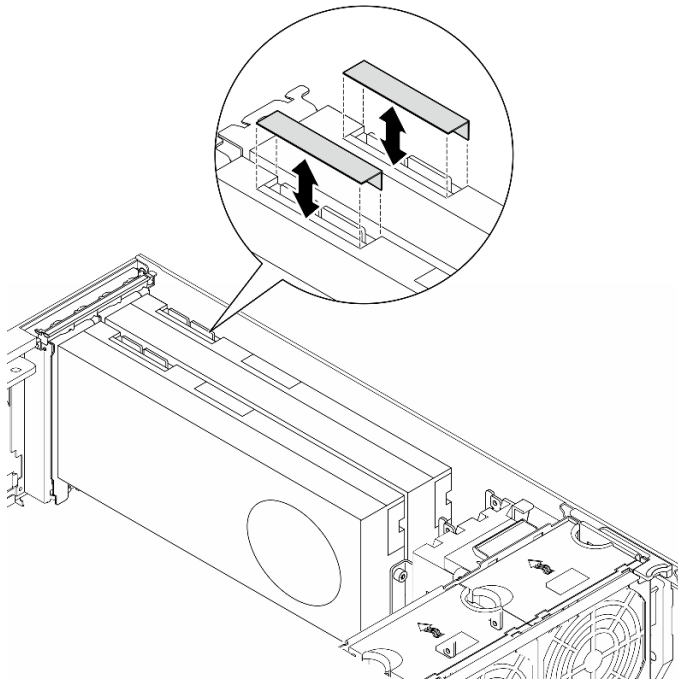
- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 如有需要，請卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。

步驟 2. 將吸盤按壓在 NVLink 橋接器上直到黏住；然後，將吸盤向上拉，將 NVLink 橋接器從 GPU 卸下。



圖例 81. 卸下 NVLink 橋接器

步驟 3. 安裝 NVLink 蓋板。



圖例 82. 安裝 NVLink 蓋板

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 124 頁「[安裝 GPU 配接卡鏈結橋接器 \(NVLink 橋接器\)](#)」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 GPU 配接卡鏈結橋接器 (NVLink 橋接器)

請依照本節中的指示安裝 GPU 配接卡鏈結橋接器，也稱為 NVLink 橋接器。

關於此作業

S002



警告：

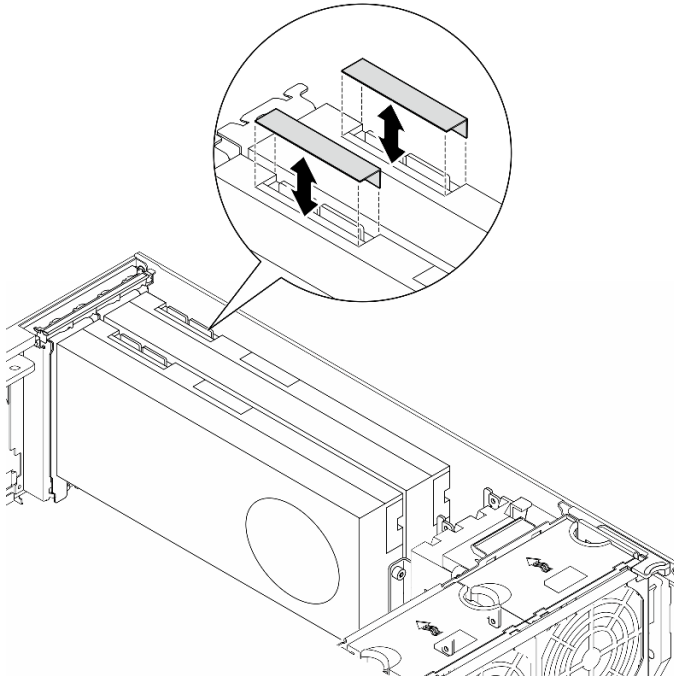
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

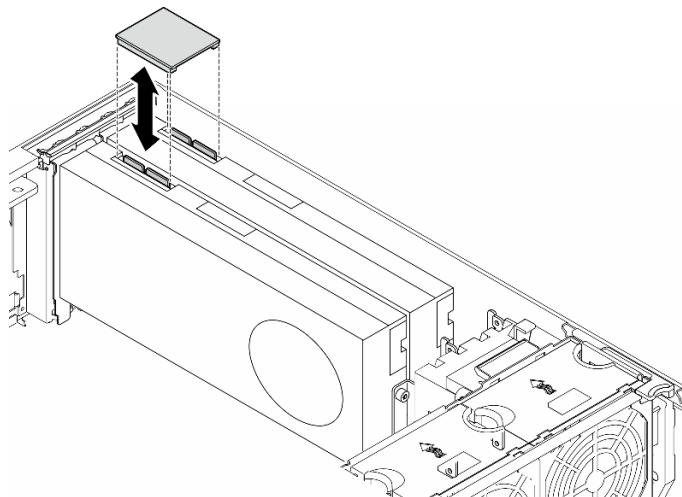
程序

步驟 1. 卸下 NVLink 蓋板。



圖例 83. 卸下 NVLink 蓋板

步驟 2. 記下 NVLink 橋接器的方向；接著如圖所示，安裝 NVLink 橋接器。



圖例 84. 安裝 NVLink 橋接器

完成此作業後

1. 如有需要，請重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
2. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
3. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
4. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換光碟機機盒

請依照本節中的指示卸下或安裝光碟機機盒。

附註：本節僅適用於已安裝光碟機機盒的伺服器型號。

卸下光碟機機盒

請依照本節中的指示卸下光碟機機盒。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。

- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。

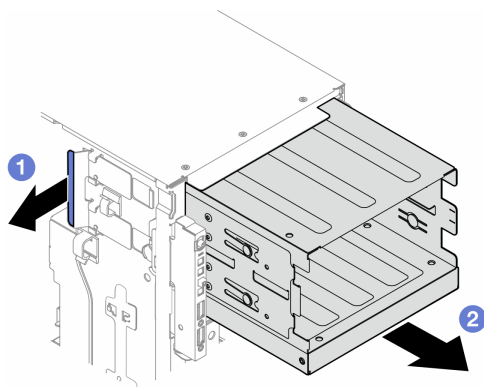
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。
- 卸下前方擋板。請參閱第 97 頁「卸下前方擋板」。
- 從光碟機機盒中卸下所有已安裝的光碟機、磁帶機和填充板（如果有的話）。請參閱第 127 頁「卸下光碟機或磁帶機」和第 134 頁「卸下 5.25 吋機槽配接器組件」

步驟 2. 卸下光碟機機盒。

- ① 提起並握住藍色固定卡榫。
- ② 同時，小心地拉動光碟機機盒，直到它完全脫離機槽。



圖例 85. 卸下光碟機機盒

完成此作業後

- 安裝替換裝置。請參閱第 80 頁「安裝擴充框架」或第 126 頁「安裝光碟機機盒」。
- 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝光碟機機盒

請依照本節中的指示安裝光碟機機盒。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

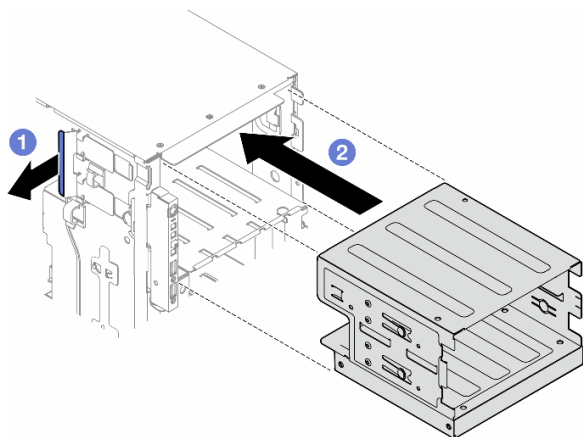
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. 安裝光碟機機盒。

- a. ① 提起並握住藍色固定卡榫。
- b. ② 同時，小心地將光碟機機盒推入機槽，直至其卡入定位。



圖例 86. 安裝光碟機機盒

完成此作業後

1. 將所有光碟機、磁帶機和填充板（如果有的話）安裝到光碟機機盒。請參閱第 130 頁「安裝光碟機或磁帶機」和第 137 頁「安裝 5.25 吋機槽配接器組件」。
2. 重新安裝前方擋板。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。
3. 重新安裝安全門。請參閱第 181 頁「安裝安全門」。
4. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換光碟機或磁帶機

請依照本節中的指示卸下或安裝光碟機或磁帶機。

附註：本節僅適用於已安裝光碟機或磁帶機的伺服器型號。

卸下光碟機或磁帶機

請依照本節中的指示卸下光碟機或磁帶機。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S006



警告：

安裝雷射產品（例如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 若不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。

附註：本節僅適用於隨附光碟機或磁帶機的伺服器型號。如果是配備 5.25 吋機槽配接卡，請參閱第 134 頁「卸下 5.25 吋機槽配接器組件」。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。

附註：下圖適用於卸下光碟機的情況。卸下磁帶機的程序類似。

程序

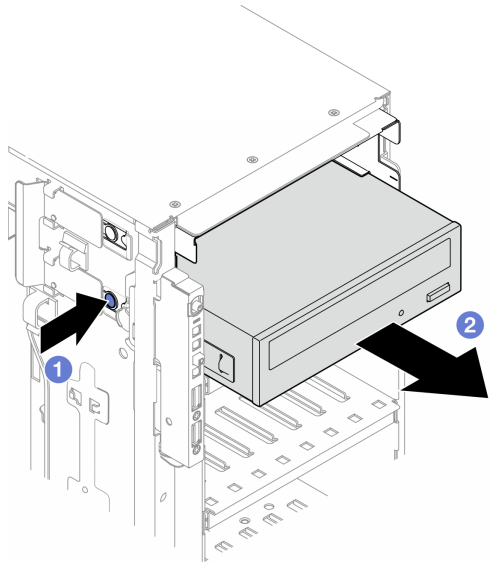
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。
- c. 卸下前方擋板。請參閱第 97 頁「卸下前方擋板」。

步驟 2. 從光碟機或磁帶機組件的背面拔掉所有纜線。

步驟 3. 卸下光碟機或磁帶機。

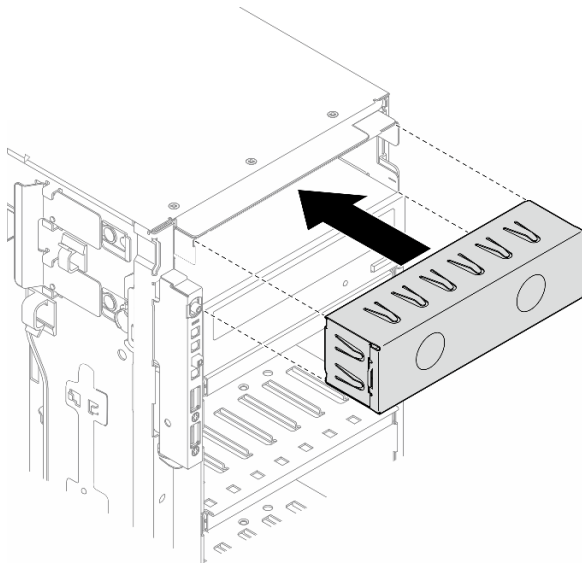
- a. ① 按住鬆開卡榫。
- b. ② 同時，小心地拉動光碟機或磁帶機組件，將其從機箱中取出。



圖例 87. 卸下光碟機

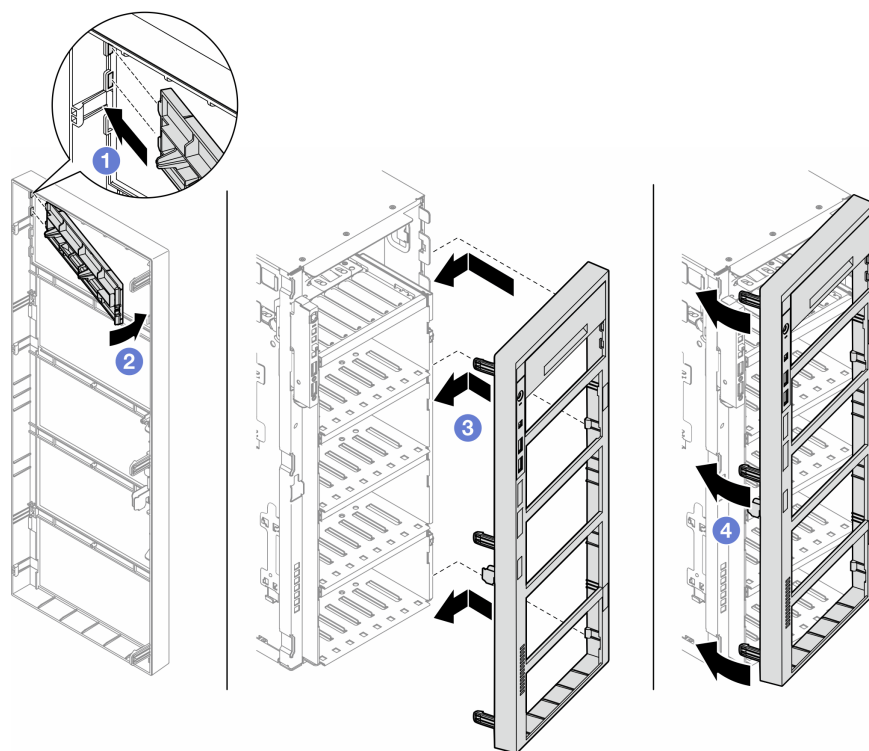
完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 130 頁「安裝光碟機或磁帶機」。若要安裝填充板，請遵循下列步驟進行：
 - a. 將填充板插入空機槽。



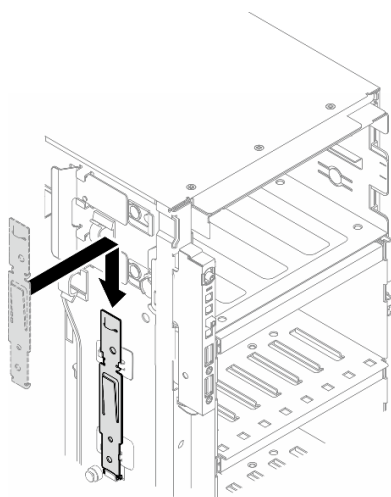
圖例 88. 安裝機槽填充板

- b. 將機槽填充板的蓋板安裝到前方擋板上；然後，將前方擋板安裝到機箱上。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。



圖例 89. 依序安裝機槽填充板蓋板和前方擋板

2. 從卸下的光碟機或磁帶機卸下固定器；然後，將此固定器安裝到機箱。



圖例 90. 安裝光碟機或磁帶機的固定器

3. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝光碟機或磁帶機

請依照本節中的指示安裝光碟機或磁帶機。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S006



警告：

安裝雷射產品（例如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 若不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。

注意：

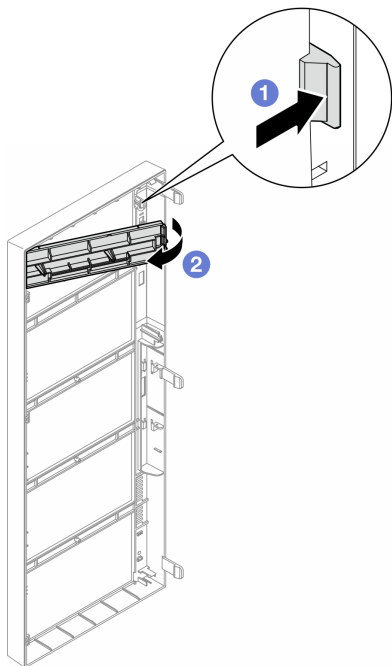
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：下圖適用於安裝光碟機的情況。安裝磁帶機的程序類似。

程序

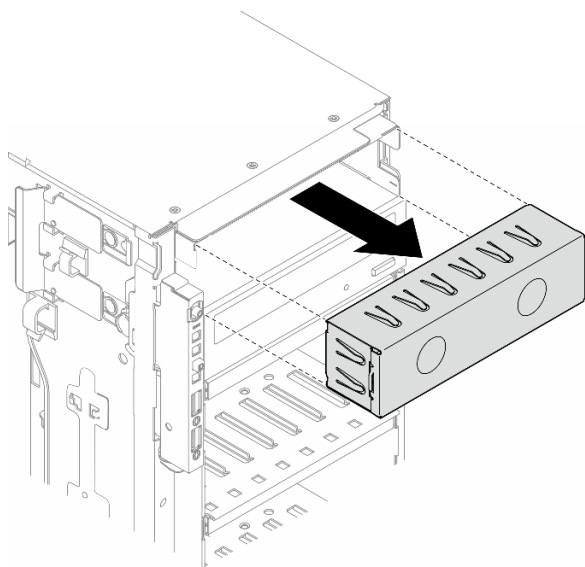
步驟 1. 如有必要，則從前方擋板卸下機槽填充板的蓋板。

- a. ① 壓下前方擋板的卡榫，鬆開機槽填充板的蓋板。
- b. ② 如圖所示，卸下機槽填充板蓋板。



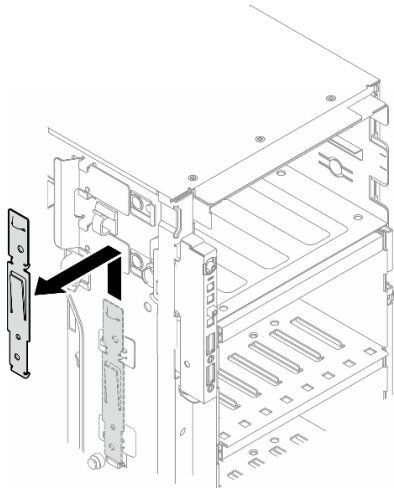
圖例 91. 卸下機槽填充板蓋板

步驟 2. 如有必要，從機箱中卸下機槽填充板。



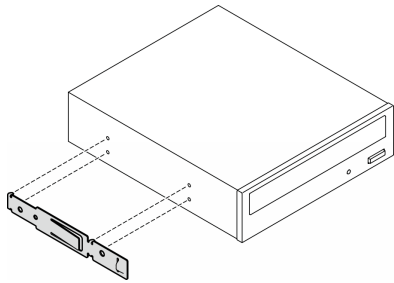
圖例 92. 卸下機槽填充板

步驟 3. 從機箱卸下固定器。



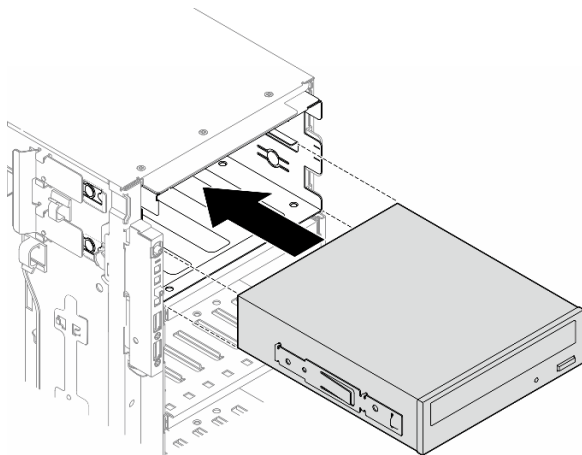
圖例 93. 卸下硬碟固定器

步驟 4. 只將固定器安裝在光碟機或磁帶機左側。



圖例 94. 安裝光碟機固定器

步驟 5. 依正確方向抓住光碟機或磁帶機；接著，將其滑入機槽中，直到卡入定位為止。



圖例 95. 安裝光碟機

步驟 6. 將電源線和信號線連接至光碟機或磁帶機組件的背面。請參閱第 261 頁「光碟機/磁帶機」。

在您完成之後

1. 重新安裝前方擋板。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。
2. 重新安裝安全門。請參閱第 181 頁「安裝安全門」。
3. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
4. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

卸下 5.25 吋機槽配接器組件

請依照本節中的指示卸下 5.25 吋機槽配接器組件。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S006



警告：

安裝雷射產品（例如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 若不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。

附註：本節僅適用於隨附 5.25 吋機槽配接器的伺服器型號。若是隨附光碟機或磁帶機，請參閱第 127 頁「卸下光碟機或磁帶機」。

注意：

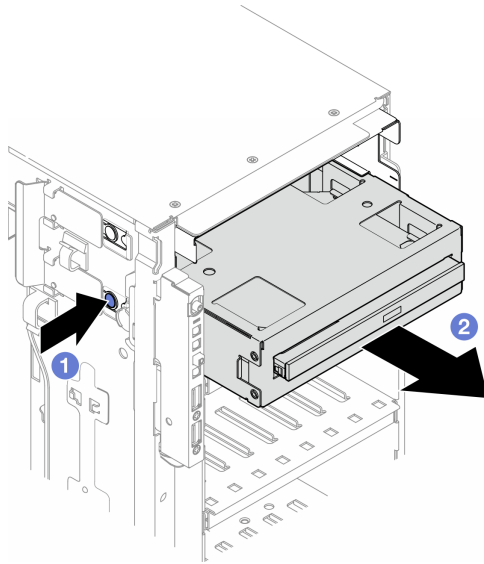
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免曝露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

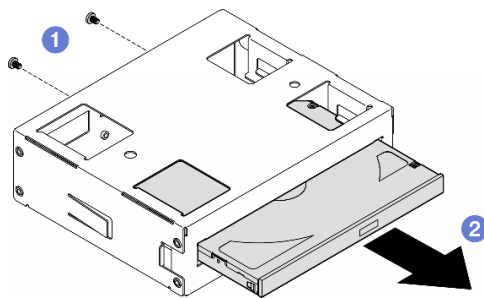
- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。

- c. 卸下前方擋板。請參閱第 97 頁「卸下前方擋板」。
- 步驟 2. 從 5.25 吋機槽配接卡組件拔掉所有纜線。
- 步驟 3. 卸下 5.25 吋機槽配接卡組件。
- a. ① 按住鬆開卡榫。
 - b. ② 同時，小心地從機箱拉出並卸下 5.25 吋機槽配接器組件。



圖例 96. 卸下 5.25 吋機槽配接器組件

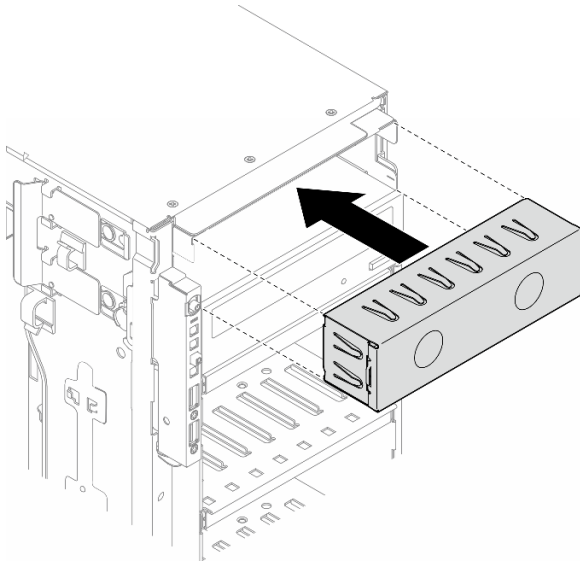
- 步驟 4. 從配接卡卸下 Slim 光碟機。
- a. ① 卸下固定 Slim 光碟機的兩顆螺絲。
 - b. ② 將 Slim 光碟機從配接卡上滑出。



圖例 97. 將 Slim 光碟機從其機槽配接器卸下

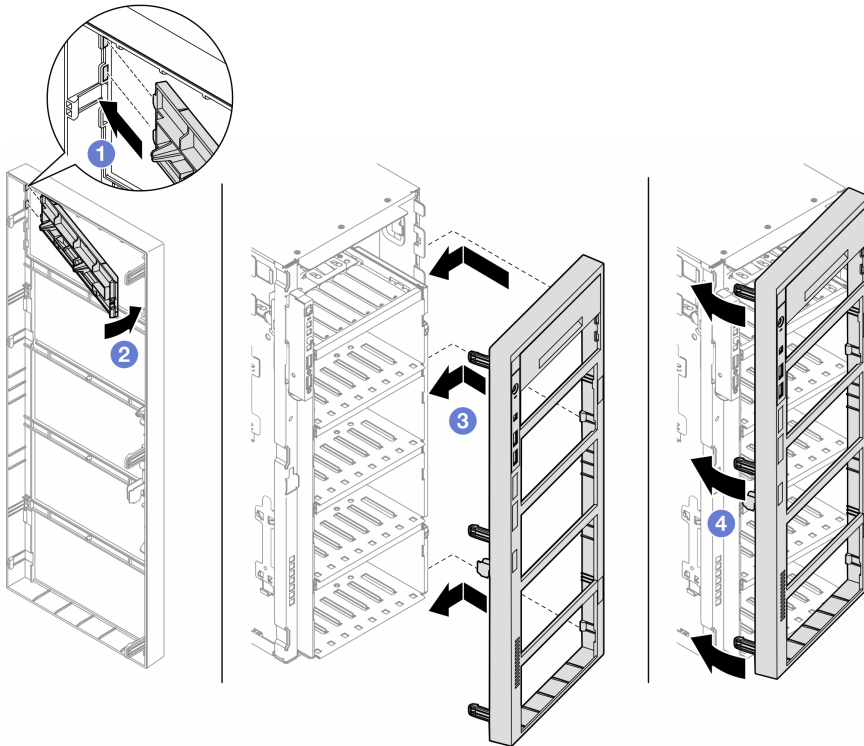
完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 137 頁「安裝 5.25 吋機槽配接器組件」。若要安裝填充板，請遵循下列步驟進行：
 - a. 將填充板插入空機槽。



圖例 98. 安裝機槽填充板

- b. 將機槽填充板的蓋板安裝到前方擋板上；然後，將前方擋板安裝到機箱上。請參閱第 98 頁「安裝前方擋板」。



圖例 99. 依序安裝機槽填充板蓋板和前方擋板

2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 5.25 吋機槽配接器組件

請依照本節中的指示安裝 5.25 吋機槽配接器組件。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S006



警告：

安裝雷射產品（例如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 若不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。

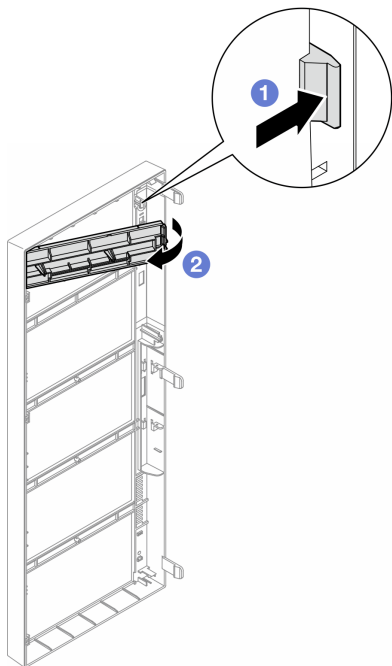
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

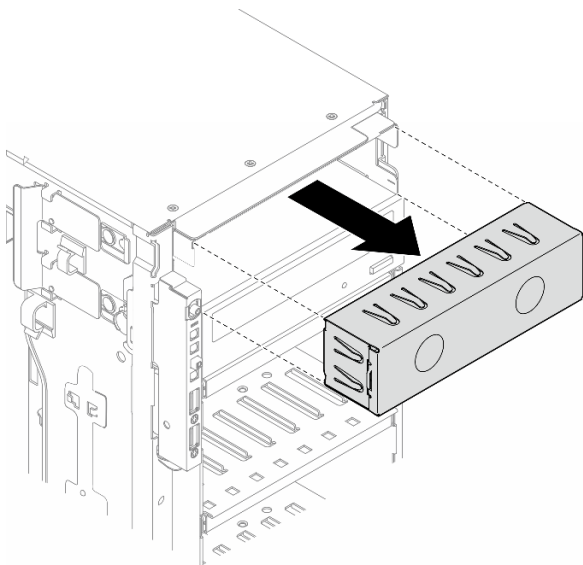
步驟 1. 如果適用，請從前方擋板卸下機槽填充板的蓋板。

- a. ① 壓下前方擋板的卡榫，鬆開機槽填充板的蓋板。
- b. ② 如圖所示，卸下機槽填充板蓋板。



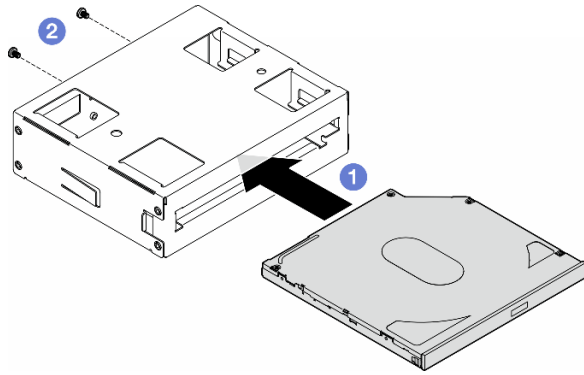
圖例 100. 卸下機槽填充板蓋板

步驟 2. 如果適用，請卸下機槽填充板。



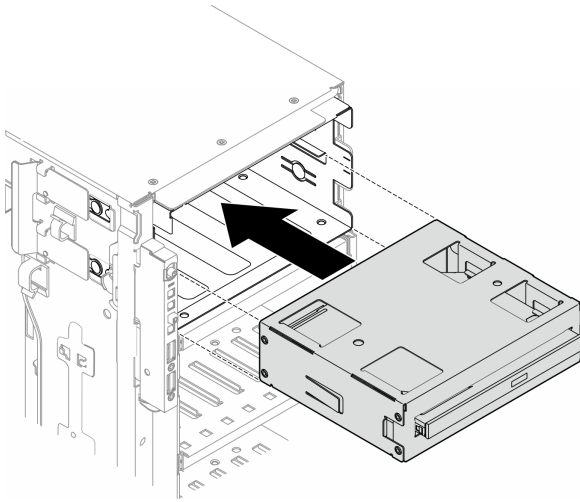
圖例 101. 卸下機槽填充板

- 步驟 3. 將 Slim 光碟機安裝到機槽配接卡。
- a. ① 將 Slim 光碟機滑入配接卡。
 - b. ② 用兩顆螺絲固定 Slim 光碟機。



圖例 102. 將 Slim 光碟機安裝到機槽配接器

步驟 4. 以正確方向握住 5.25 吋機槽配接卡組件；接著將其滑入機槽，直到卡入定位為止。



圖例 103. 安裝光碟機組件

步驟 5. 將電源線和信號線連接至 5.25 吋機槽配接器組件背面。如需纜線佈線的相關資訊，請參閱第 261 頁「光碟機/磁帶機」。

更換 FL PCIe 配接卡匣

請依照本節中的指示卸下或安裝用於協助固定全長 PCIe 配接卡的 FL PCIe 配接卡匣。

卸下 FL PCIe 配接卡匣

請依照本節中的指示卸下 FL PCIe 配接卡匣。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

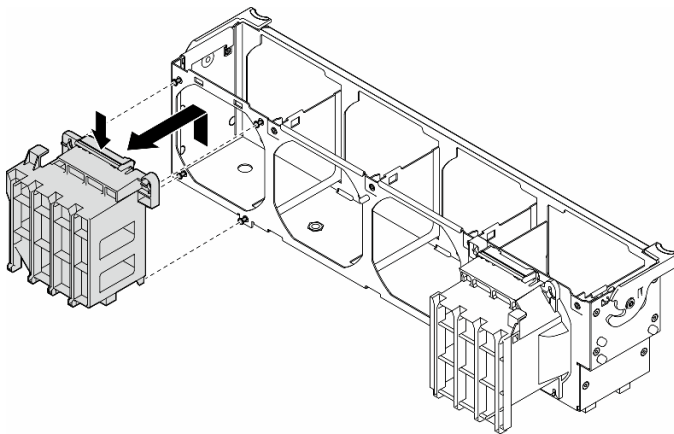
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- e. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- f. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。

步驟 2. 按住卡榫來鬆開風扇機盒的 PCIe 配接卡匣；接著，依所示方向卸下 PCIe 配接卡匣。



圖例 104. 卸下 PCIe 配接卡匣

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 141 頁「安裝 FL PCIe 配接卡匣」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 FL PCIe 配接卡匣

請依照本節中的指示安裝 FL PCIe 配接卡匣。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

- 當 PCIe 插槽 1 和 4 或插槽 5 和 8 之間只安裝了一個 FL GPU 時，需要在 FL GPU 同側的空氣擋板上安裝一個或兩個 **FL GPU 填充板**，以維持適當散熱和氣流。
- 需要安裝一個或兩個 **FL PCIe 配接卡匣**，以對應要安裝 FL GPU 配接卡的 PCIe 插槽。

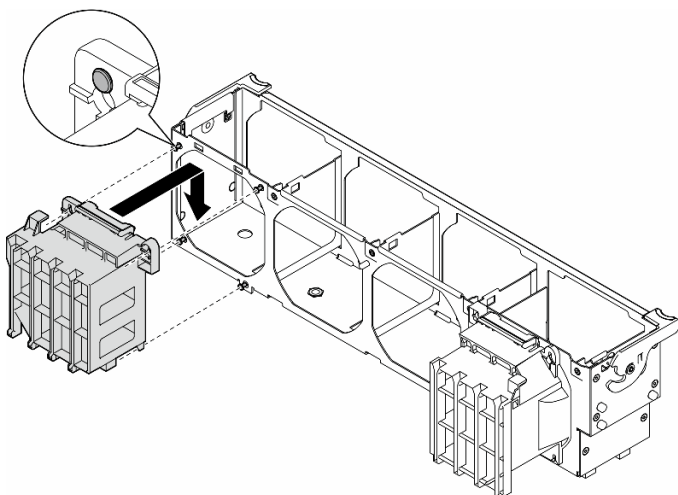
如需關於 GPU 安裝的技術規則詳細資訊，請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。

程序

步驟 1. 將 FL PCIe 配接卡匣對齊與已安裝之 FL GPU 配接卡同側的風扇機盒上的螺柱。

附註：風扇機盒上的螺柱位置不同，以對齊對應的 FL PCIe 配接卡匣。

步驟 2. 將匣插入風扇機盒，直到其卡入定位。



圖例 105. 安裝 FL PCIe 配接卡匣

完成此作業後

1. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。
- 注意：**處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。
2. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
 3. 安裝所有 FL GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
 4. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
 5. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
 6. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
 7. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換 PCIe 配接卡

請依照本節中的指示卸下或安裝 PCIe 配接卡（半長和全長）。

ThinkSystem ST650 V3 配備九個 PCIe 插槽。視需求而定，可安裝 PCIe 配接卡以獲得對應的功能，如有需要，也可以卸下該配接卡。PCIe 配接卡可以是乙太網路配接卡、主機匯流排配接卡 (HBA)、RAID 配接卡、圖形 (GPU) 配接卡（全長或半長）或其他任何支援的 PCIe 配接卡。雖然 PCIe 配接卡視類型而異，但是安裝和卸下的程序都相同，唯獨全長型 GPU 配接卡除外，其更換程序將在獨立於其他 PCIe 配接卡的章節中說明。

附註：

- 如需支援的 PCIe 配接卡清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

卸下 HL PCIe 配接卡

請依照本節中的指示卸下半長 (HL) PCIe 配接卡。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

附註：

- 視特定類型而定，PCIe 配接卡看起來可能與本主題中的圖例不同。
- 請使用 PCIe 配接卡隨附的任何文件，除了本主題的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示操作。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

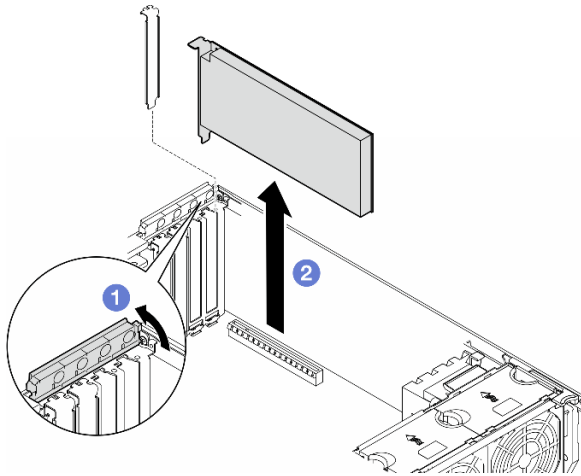
注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- e. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。

步驟 2. 找出要卸下的 PCIe 配接卡。視 PCIe 配接卡類型而定，如有需要，請從 PCIe 配接卡、主機板或硬碟背板拔下所有纜線。

步驟 3. 卸下 PCIe 配接卡。

- a. ① 打開 PCIe 配接卡固定器。
- b. ② 抓住 PCIe 配接卡的邊緣，小心地將其從插槽拉出。



圖例 106. 卸下 PCIe 配接卡

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。否則請安裝托架以蓋住機箱的空置處，然後關上 PCIe 配接卡固定器。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 HL PCIe 配接卡

請依照本節中的指示安裝半長 (HL) PCIe 配接卡。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

- 視特定類型而定，PCIe 配接卡看起來可能與本節中的圖例不同。
- 請使用 PCIe 配接卡隨附的任何文件，除了本主題的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示操作。

- 此伺服器中有九個 PCIe 插槽。若要安裝一個或多個**新的 PCIe 配接卡**，請遵循下面列出的 PCIe 插槽規則和優先順序：
 - 第 145 頁 「一個處理器的 PCIe 安裝規則」
 - 第 146 頁 「兩個處理器的 PCIe 安裝規則」
 - 第 146 頁 「GPU 安裝規則」
 - 若要更換現有的 PCIe 配接卡，請跳至安裝程序：第 頁 「HL PCIe 配接卡的安裝程序」
- 如需瞭解主機板上每個 PCIe 插槽和相關接頭的位置，請參閱第 26 頁 「主機板接頭」。
- 如需瞭解全長型 GPU 配接卡的安裝程序，請參閱第 150 頁 「安裝 FL GPU 配接卡」。

一個處理器的 PCIe 安裝規則

一個處理器的 PCIe 插槽規則和優先順序

僅安裝一個處理器時，支援 PCIe 插槽 1 至 4 和 9。

按優先順序列出：

1. **雙倍寬、FH/FL GPU**：¹ 插槽 1 >> 3
2. **重定時器**：插槽 1 >> 3
3. **ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2 埠 PCIe 4 乙太網路配接卡**：插槽 1 >> 3
4. **單倍寬、HH/HL GPU (ThinkSystem NVIDIA A2 GPU)**：² 插槽 1 >> 3 >> 2 >> 4
5. **ThinkSystem RAID 940-32i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡**：僅限**插槽 9**
6. **其他外部 RAID/HBA 配接卡**：插槽 9 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4
 - 遵循下面列出的優先順序原則：
 - **型號名稱為 3 位數**的 RAID 配接卡安裝順序在**型號名稱為 4 位數**的配接卡之前。對於位數相同的型號，數字較高者的安裝順序在數字較低者之前。
 - 例如：
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡
 - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA >> ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 配接卡
 - 16i >> 8i
 - 例如：
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 940-8i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡
 - 對於同一型號的 RAID 配接卡或 HBA，先安裝容量較高者。
 - 例如：
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡
7. 其他乙太網路配接卡：插槽 9 >> 2 >> 3 >> 4
8. 優先順序較低的其他外部 RAID 配接卡、HBA 和乙太網路配接卡：插槽 9 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4

兩個處理器的 PCIe 安裝規則

兩個處理器的 PCIe 插槽規則和優先順序

安裝兩個處理器時，支援所有 9 個 PCIe 插槽。

按優先順序列出：

1. **雙倍寬、FH/FL GPU**：¹ 插槽 1 >> 3 >> 7 >> 5
2. **重定時器**：插槽 7 >> 5 >> 1 >> 3
3. **ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2 埠 PCIe 4 乙太網路配接卡**：插槽 1 >> 3 >> 7 >> 5
4. **單倍寬、HH/HL GPU (ThinkSystem NVIDIA A2 GPU)**：² 插槽 1 >> 3 >> 7 >> 5 >> 2 >> 4 >> 6 >> 8
5. **ThinkSystem RAID 940-32i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡**：插槽 9 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8
6. **其他外部 RAID/HBA 配接卡**：插槽 9 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8
 - 遵循下面列出的優先順序原則進行安裝：
 - **型號名稱為 3 位數的 RAID 配接卡**安裝順序在**型號名稱為 4 位數的配接卡**之前。對於位數相同的型號，數字較高者的安裝順序在數字較低者之前。
 - 例如：
ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡
ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA >> ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 配接卡
 - 16i >> 8i
 - 例如：
ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 940-8i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡
 - 對於同一型號的 RAID 配接卡或 HBA，先安裝容量較高者。
 - 例如：
ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡 >> ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe Gen4 12Gb 配接卡
 - 7. **其他乙太網路配接卡**：插槽 9 >> 2 >> 3 >> 4 >> 6 >> 7 >> 8
 - 8. **優先順序較低的其他外部 RAID 配接卡、HBA 和乙太網路配接卡**：插槽 9 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8

GPU 安裝規則

GPU 安裝規則

1. **全長雙寬 GPU 配接卡**的安裝應遵循以下規定的規則：
 - 遵循安裝順序：插槽 1 >> 3 >> 7 >> 5
 - 需要安裝一個或兩個 **FL PCIe 配接卡匣**，以對應要安裝 FL GPU 配接卡的 PCIe 插槽。請參閱第 139 頁「[更換 FL PCIe 配接卡匣](#)」以瞭解 PCIe 配接卡匣的安裝和卸下程序。
 - 當 FL DW GPU 配接卡安裝在 PCIe 插槽 1 時，只能在插槽 3 安裝相同類型的 GPU；不同類型的 FL DW GPU 可以安裝在插槽 7，然後是插槽 5。
 - 當 PCIe 插槽 1 和 4 或插槽 5 和 8 之間只安裝了一個 FL GPU 時，需要在 FL GPU 同側的空氣擋板上安裝一個或兩個 **FL GPU 填充板**，以維持適當散熱和氣流。
 - 請參閱第 102 頁「[更換 FL GPU 填充板](#)」以瞭解 FL GPU 填充板的安裝和卸下程序。
2. **ThinkSystem NVIDIA A2/L4 GPU 配接卡**的安裝應遵循以下規定的規則：

GPU 安裝規則

- 安裝了 ThinkSystem NVIDIA A2/L4 GPU 時：
 - **PCIe 插槽 1 和 4 之間**：插槽 1 和 4 之間的其他插槽僅支援半高 PCIe 配接卡
 - **PCIe 插槽 5 和 8 之間**：插槽 5 和 8 之間的其他插槽僅支援半高 PCIe 配接卡
 - 當一個或多個 **A2/L4 GPU** 安裝在 PCIe 插槽 1 和 4 或 PCIe 插槽 5 和 8 之間時，需要在與安裝的 A2/L4 GPU 同側的風扇機盒上安裝一個或兩個 **A2/L4 GPU 空氣導管**，以維持適當散熱和氣流。請參閱第 65 頁「[更換 A2/L4 GPU 空氣導管](#)」以瞭解 A2/L4 GPU 空氣導管的安裝和卸下程序。
 - 安裝了一個或多個 A2/L4 GPU 配接卡時，需要在伺服器蓋板上安裝 **T4 填充板**，以維持適當散熱和氣流。請參閱第 191 頁「[更換 T4 填充板](#)」以瞭解 T4 填充板的安裝和卸下程序。
3. 主動 GPU 可以安裝在 PCIe 插槽 1、3、5 和 7；ThinkSystem NVIDIA A2/L4 GPU 可以安裝在 PCIe 插槽 1 至 8。
 4. ThinkSystem ST650 V3 不支援在 PCIe 插槽 1 和 4 或插槽 5 和 8 之間混合使用 GPU。
 - 將 GPU 安裝在 PCIe 插槽 1 和 4 之間時，只有相同類型的 GPU 可以安裝在 1 和 4 之間的其他插槽。
 - 將 GPU 安裝在 PCIe 插槽 5 和 8 之間時，只有相同類型的 GPU 可以安裝在 5 和 8 之間的其他插槽。
 5. 將 GPU (NVIDIA RTX A6000/A4500/A2/L4) 安裝在 PCIe 插槽 1 和 4 之間時，這些插槽不支援任何 RAID 配接卡、HBA 或重定時器。
 6. 將 GPU (NVIDIA RTX A6000/A4500/A2/L4) 安裝在 PCIe 插槽 5 和 8 之間時，這些插槽不支援任何 RAID 配接卡、HBA 或重定時器。

安裝程序

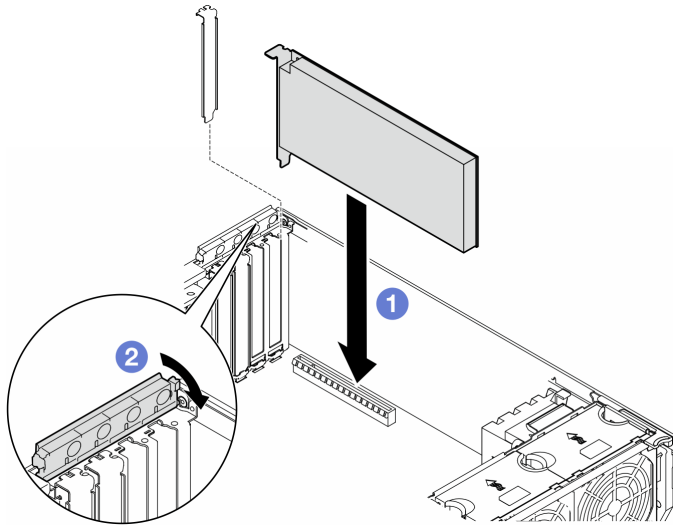
步驟 1. 根據上述規則找到適用的 PCIe 插槽。

步驟 2. 如果 PCIe 插槽中已安裝托架，請將其卸下。妥善保存 PCIe 插槽的托架，以備日後不時之需。

步驟 3. 安裝 PCIe 配接卡。

附註：

- 確定 PCIe 配接卡固定器處於打開位置。
 - a. ❶ 將 PCIe 配接卡對齊 PCIe 插槽；接著，輕輕地壓下 PCIe 配接卡的兩端，直到其固定到位 PCIe 插槽中。
 - b. ❷ 關閉 PCIe 配接卡固定器。



圖例 107. 安裝 HL PCIe 配接卡

在您完成之後

1. 將所有必要的纜線連接至 PCIe 配接卡。請參閱[內部纜線佈線](#)。
2. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「[安裝風扇機盒組件](#)」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

3. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「[安裝風扇模組](#)」。
4. 如果安裝了一個或多個 **A2/L4 GPU 配接卡**，請在風扇機盒上的對應插槽安裝一個或兩個 A2/L4 GPU 空氣導管，並在伺服器蓋板安裝 T4 填充板。請參閱第 66 頁「[安裝 A2/L4 GPU 空氣導管](#)」和第 192 頁「[安裝 T4 填充板](#)」。
5. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「[安裝空氣擋板](#)」。
6. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「[安裝快閃記憶體電源模組](#)」。
7. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「[安裝伺服器蓋板](#)」。
8. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「[完成零件更換](#)」。

卸下 FL GPU 配接卡

請依照本節中的指示卸下全長 (FL) GPU 配接卡。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

附註：

- 視特定類型而定，全長型 GPU 配接卡看起來可能與本主題的圖例不同。
- 請使用全長型 GPU 配接卡隨附的任何文件，除了本主題的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示操作。

程序

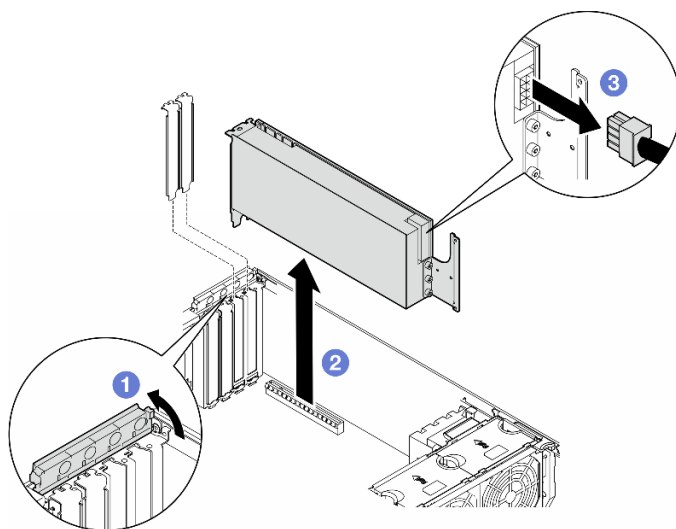
步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- b. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- c. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- d. 如有需要，請從 FL GPU 配接卡頂部卸下 NVlink 橋接器。請參閱第 122 頁「卸下 GPU 配接卡鏈結 (NVLink) 橋接器」。

步驟 2. 找出要卸下的全長型 GPU 配接卡。

步驟 3. 卸下 FL GPU 配接卡。

- a. ① 打開 PCIe 配接卡固定器。
- b. ② 抓住 FL GPU 配接卡的邊緣，小心地將其從 PCIe 插槽拉出。
- c. ③ 從 FL GPU 配接卡拔掉電源線。



圖例 108. 卸下 FL GPU 配接卡

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。否則請安裝托架以蓋住機箱的空置處，然後關上 PCIe 配接卡固定器。

2. 如有需要，請從機箱卸下 FL GPU 全長電源線。
 - a. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。
 - 注意：**處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。
 - b. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
 - c. 從機箱卸下 FL GPU 電源線。
 - d. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。
 - e. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
3. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 FL GPU 配接卡

請依照本節中的指示安裝全長 (FL) GPU 配接卡。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：

- 視特定類型而定，全長型 GPU 配接卡看起來可能與本主題的圖例不同。
- 請使用全長型 GPU 配接卡隨附的任何文件，除了本主題的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示操作。

注意：

- 遵循安裝順序：插槽 1 >> 3 >> 7 >> 5
- 務必遵循第 145 頁「一個處理器」、第 146 頁「兩個處理器」和第 146 頁「GPU 安裝規則」中詳述的安裝規則和順序。
- 需要安裝一個或兩個 **FL PCIe 配接卡匣**，以對應要安裝 FL GPU 配接卡的 PCIe 插槽。請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。
- 當 PCIe 插槽 1 和 4 或插槽 5 和 8 之間只安裝了一個 FL GPU 時，需要在 FL GPU 同側的空氣擋板上安裝一個或兩個 **FL GPU 填充板**，以維持適當散熱和氣流。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 找出要安裝 FL GPU 配接卡的適用 PCIe 插槽。請參閱第 6 頁「擴充槽」和第 146 頁「GPU 安裝規則」。

步驟 2. 如有需要，請為 FL GPU 配接卡佈線電源線。

- a. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

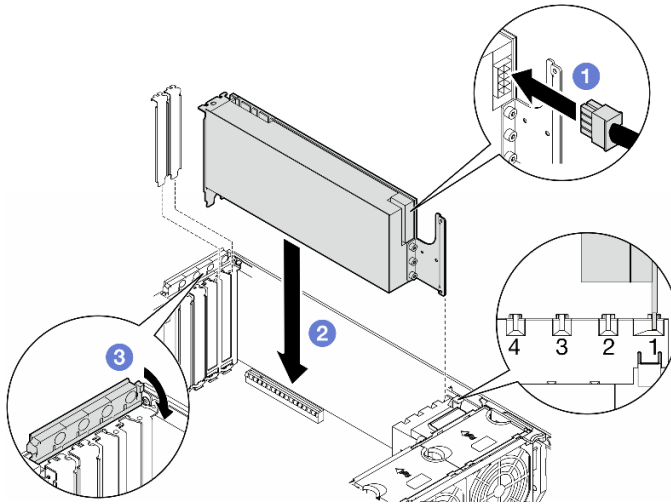
- b. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
- c. 將電源線連接到電源配送板；接著，佈線電源線，並將其固定在夾子下面。請參閱第 258 頁「GPU 纜線佈線」。
- d. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。
- e. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。

步驟 3. 如果 PCIe 插槽中已安裝托架，請將其卸下。妥善保存 PCIe 插槽的托架，以備日後不時之需。

步驟 4. 安裝 FL GPU 配接卡。

附註：確定 PCIe 配接卡固定器處於打開位置。

- a. ① 將電源線連接到 FL GPU 配接卡。
- b. ② 將 FL GPU 配接卡對齊 FL PCIe 配接卡匣及 PCIe 插槽；接著，輕按 FL GPU 配接卡的兩端，直到其在 PCIe 插槽中固定到位。
- c. ③ 關閉 PCIe 配接卡固定器。



圖例 109. 安裝 FL GPU 配接卡

在您完成之後

1. 為了保持正常散熱和空氣流通，請安裝 FL GPU 填充板。請參閱第 103 頁「安裝 FL GPU 填充板」。
2. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
3. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
4. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
5. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換電源配送板

請依照本節中的指示卸下或安裝電源配送板。

卸下電源配送板

請依照本節中的指示卸下電源配送板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下備用電源供應器。請參閱第 158 頁「卸下電源供應器」。
- b. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- c. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- d. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- e. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- f. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

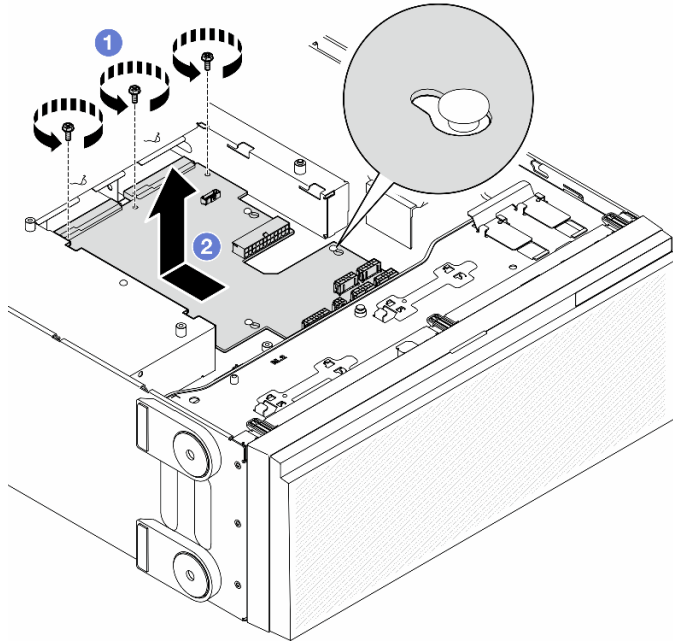
注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- g. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
- h. 卸下所有 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。
- i. 如有需要，請卸下處理器和散熱槽。請參閱第 165 頁「卸下處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
- j. 在每個記憶體模組上貼上插槽號碼標籤，從主機板卸下所有記憶體模組，並將其放置在防靜電平面上，以供重新安裝。請參閱第 119 頁「卸下記憶體模組」。
- k. 卸下主機板。請參閱第 182 頁「卸下主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
- l. 卸下電源配送板蓋板。請參閱第 155 頁「卸下電源配送板蓋板」。

步驟 2. 拔掉電源配送板的所有纜線。

步驟 3. 卸下電源配送板。

- a. ① 卸下將電源配送板固定在機箱上的三顆螺絲。
- b. ② 將電源配送板滑向伺服器背面，使其從機箱中鬆開；接著，小心地抓住電源配送板的邊緣，然後從機箱中取出。



圖例 110. 卸下電源配送板

完成此作業後

- 安裝替換裝置。請參閱第 153 頁「安裝電源配送板」。
- 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝電源配送板

請依照本節中的指示安裝電源配送板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

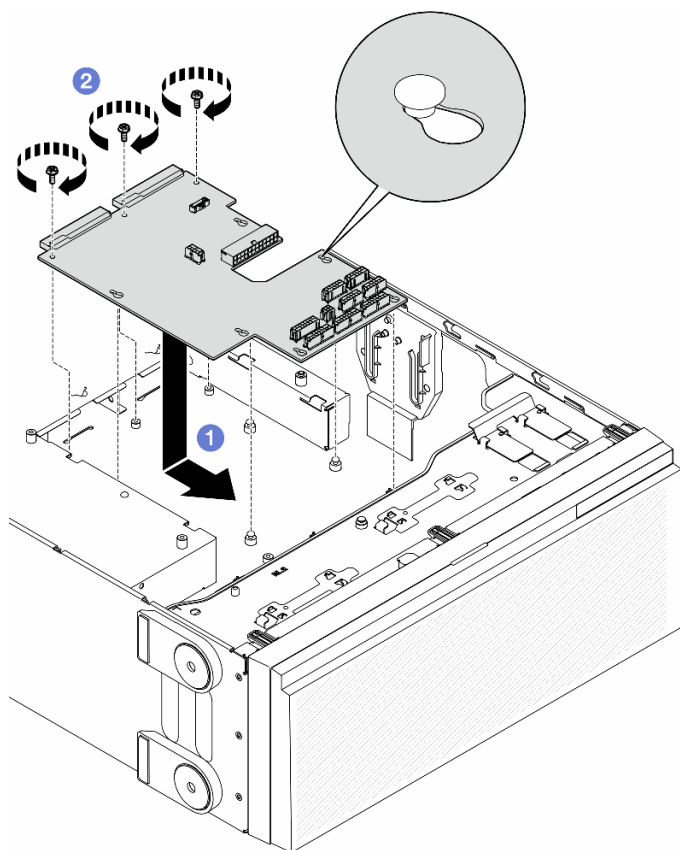
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. 安裝電源配送板。

- ① 小心握住電源配送板的邊緣，將它放在機箱上。確定機箱的卡榫已插入電源配送板上的對應孔；然後，將電源配送板朝伺服器前面滑動。
- ② 鎖緊三顆螺絲，將電源配送板固定到機箱上。



圖例 111. 安裝電源配送板

步驟 2. 將纜線連接至電源配送板上的電源配送板信號接頭和主電源接頭。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」。

完成此作業後

1. 重新安裝電源配送板蓋板。請參閱第 156 頁「安裝電源配送板蓋板」。
2. 將電源配送板纜線連接到主機板。請參閱第 260 頁「電源配送板和 M.2 配接卡」。
3. 重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
4. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

5. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
6. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
7. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
8. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
9. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
10. 重新安裝備用電源供應器。請參閱第 161 頁「安裝電源供應器」。
11. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換電源配送板蓋板

請依照本節中的指示卸下或安裝電源配送板蓋板。

卸下電源配送板蓋板

請依照本節中的指示卸下電源配送板蓋板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

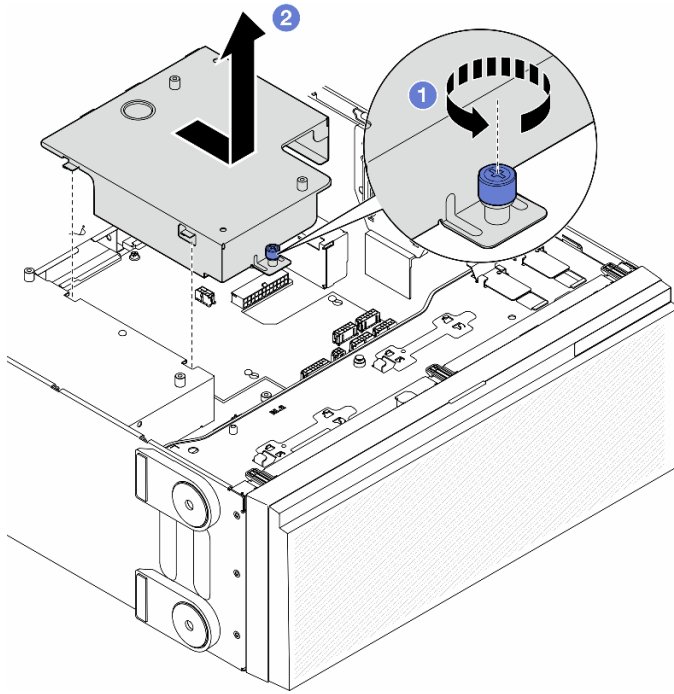
- a. 卸下備用電源供應器。請參閱第 158 頁「卸下電源供應器」。
- b. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- c. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- d. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- e. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- f. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- g. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
- h. 卸下所有 PCIe 配接卡（如果有的話）。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。
- i. 卸下主機板。請參閱第 182 頁「卸下主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）」。

步驟 2. 卸下電源配送板蓋板。

- a. ① 鬆開緊固螺絲。
- b. ② 將電源配送板蓋板推向緊固螺絲，然後將它抬起以卸下。



圖例 112. 卸下電源配送板蓋板

完成此作業後

- 1. 安裝替換裝置。請參閱第 156 頁「安裝電源配送板蓋板」。
- 2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝電源配送板蓋板

請依照本節中的指示安裝電源配送板蓋板。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

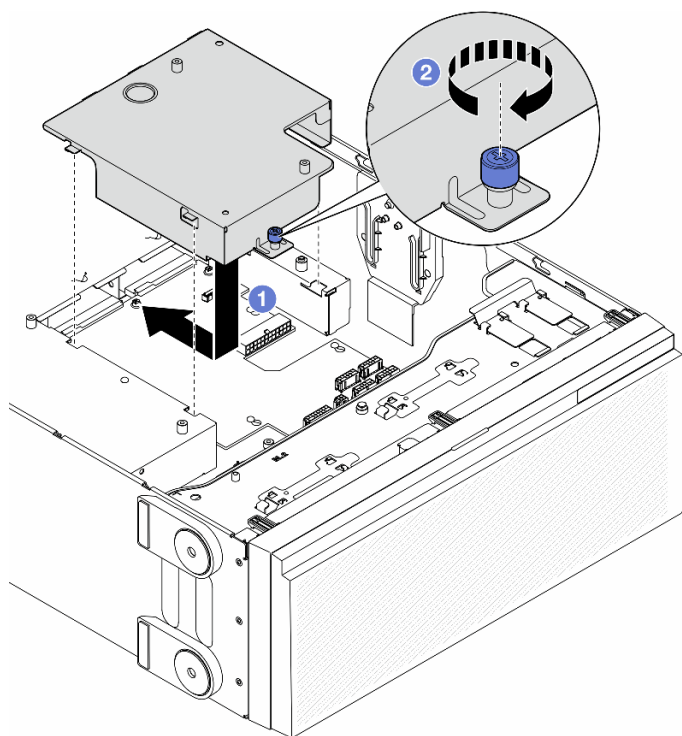
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

步驟 1. ① 如圖所示，將電源配送板蓋板插入定位。

步驟 2. ② 鎖緊緊固螺絲，固定電源配送板蓋板。



圖例 113. 安裝電源配送板蓋板

完成此作業後

1. 重新安裝主機板。請參閱第 186 頁「安裝主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
2. 如有需要，請重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
3. 從電源配送板將纜線連接到主機板。請參閱第 260 頁「電源配送板和 M.2 配接卡」。
4. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

5. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
6. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
7. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。

8. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
9. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
10. 重新安裝備用電源供應器。請參閱第 161 頁「安裝電源供應器」。
11. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換電源供應器

請依照本節中的指示卸下或安裝備用電源供應器。

卸下電源供應器

請依照本節中的指示卸下電源供應器。

關於此作業

S001



危險

電源、電話、及通信接線的電流具有危險性。
若要避免電擊的危害，請執行下列動作：

- 將所有電源線連接到正確佈線和接地的電源插座/電源。
- 將本產品所連接的任何設備連接到正確佈線的插座/電源。
- 儘可能只用單手來連接或拔下信號線。
- 請勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啟任何設備。
- 裝置可能有一條以上的電源線，如果要切斷裝置的所有電流，請務必從電源拔掉所有電源線。

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

S035



警告：

切勿卸下電源供應器的外蓋或貼有此標籤的任何零件。貼有此標籤的任何元件內部都有危險等級的電壓、電流及電能。這些元件內部沒有可維修的零件。如果您懷疑某個零件有問題，請聯絡維修技術人員。

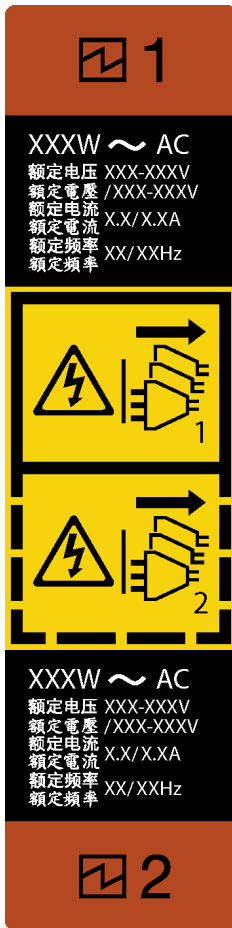
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

下列提示說明在卸下 DC 輸入電源供應器時必須考量的資訊。

警告：

1. 只有中國大陸才支援 240 V DC 輸入（輸入範圍：180—300 V DC）。
2. 240 V dc 的電源供應器不具備熱抽換功能。若要拔除電源線，請確定已關閉伺服器或已斷開斷路器面板上的 DC 電源。
3. 為便於 ThinkSystem 產品在 DC 或 AC 電源環境下皆能正常運作，需有或須安裝符合 60364-1 IEC 2005 標準的 TN-S 接地系統。



圖例 114. 電源供應器標籤

注意：只有在安裝兩個電源供應器作備援之用時，此電源供應器類型才會是熱抽換。如果只有安裝一個電源供應器，您必須先關閉伺服器電源，才能卸下電源供應器。



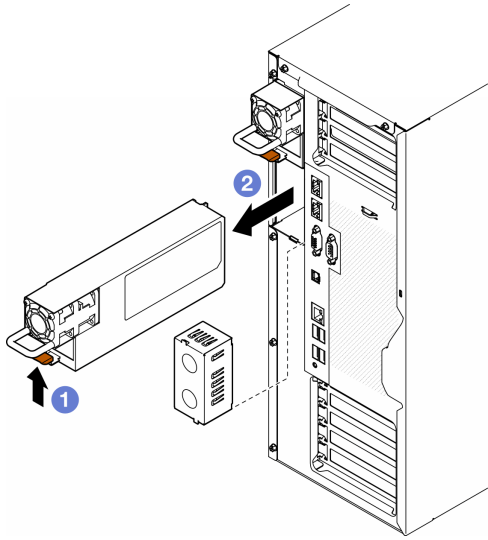
在直流輸入狀態下，若電源供應器插座不支持熱插拔功能，請務必不要對設備電源線進行熱插拔，此操作可能導致設備損壞及數據丟失。因錯誤執行熱插拔導致的設備故障或損壞，不屬於保修範圍。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise the equipment and result in data loss may be damaged, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

程序

- 步驟 1. 找出位於伺服器背面的電源供應器，然後從電源供應器拔掉電源線。
- 步驟 2. 卸下電源供應器。
 - a. ① 如所示方向，按住鬆開卡榫。

- b. ②同時，小心地拉動把手，將電源供應器滑出機箱。



圖例 115. 卸下電源供應器或 PSU 填充板

完成此作業後

1. 安裝替換裝置或填充板，請參閱第 161 頁「安裝電源供應器」。

重要事項：為了確保在一般伺服器作業期間提供適當散熱，兩個電源供應器機槽都必須安裝電源供應器或 PSU 填充板。

2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝電源供應器

請依照本節中的指示安裝電源供應器。

關於此作業

S001





危險

電源、電話、及通信接線的電流具有危險性。
若要避免電擊的危害，請執行下列動作：

- 將所有電源線連接到正確佈線和接地的電源插座/電源。
- 將本產品所連接的任何設備連接到正確佈線的插座/電源。
- 儘可能只用單手來連接或拔下信號線。
- 請勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啟任何設備。
- 裝置可能有一條以上的電源線，如果要切斷裝置的所有電流，請務必從電源拔掉所有電源線。

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

S035



警告：

切勿卸下電源供應器的外蓋或貼有此標籤的任何零件。貼有此標籤的任何元件內部都有危險等級的電壓、電流及電能。這些元件內部沒有可維修的零件。如果您懷疑某個零件有問題，請聯絡維修技術人員。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

下列提示說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時需要考量的其他資訊：

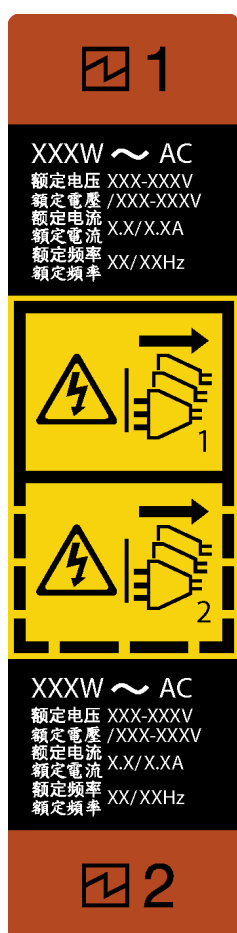
- 標準裝運只有一個已安裝在伺服器中的電源供應器。如需備用及熱抽換支援，必須安裝額外的電源供應器。某些自訂型號可能會隨附兩個已安裝的電源供應器。
- 請確定要安裝的裝置受支援。如需伺服器支援的選配裝置清單，請造訪：<https://serverproven.lenovo.com>

警告：

1. 只有中國大陸才支援 240 V DC 輸入（輸入範圍：180—300 V DC）。
2. 240 V dc 的電源供應器不具備熱抽換功能。若要拔除電源線，請確定已關閉伺服器或已斷開斷路器面板上的 DC 電源。
3. 為便於 ThinkSystem 產品在 DC 或 AC 電源環境下皆能正常運作，需有或須安裝符合 60364-1 IEC 2005 標準的 TN-S 接地系統。

附註：

- 確定伺服器上安裝的兩個電源供應器的瓦特數相同。
- 將現有的電源供應器更換為不同瓦特數的新電源供應器時，請將此選配產品隨附的電源資訊標籤貼在靠近電源供應器的現有標籤上。



圖例 116. 電源供應器標籤



在直流輸入狀態下，若電源供應器插座不支持熱插拔功能，請務必不要對設備電源線進行熱插拔，此操作可能導致設備損壞及數據丟失。因錯誤執行熱插拔導致的設備故障或損壞，不屬於保修範圍。

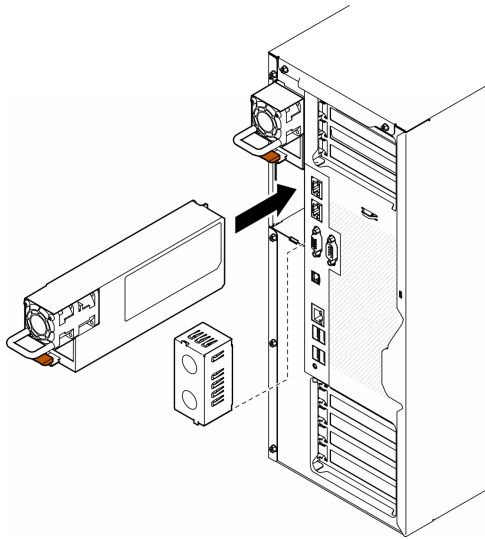
NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise the equipment and result in data loss may be damaged, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

程序

步驟 1. 卸下電源供應器機槽填充板（如果有的話）。

重要事項：為了確保在一般伺服器作業期間提供適當散熱，兩個電源供應器機槽都必須裝滿。這表示每個機槽都必須安裝電源供應器；或是一個機槽安裝電源供應器，而另一個安裝電源供應器填充板。

步驟 2. 記下電源供應器的方向；然後將它滑入機箱，直到卡入定位為止。



圖例 117. 安裝電源供應器或 PSU 填充板

完成此作業後

1. 將電源線連接至電源供應器及適當接地的電源插座。
2. 拉動把手，確保電源供應器已正確安裝。
3. 如果伺服器電源已關閉，請開啟伺服器電源。確定電源供應器上的電源輸入 LED 和電源輸出 LED 都亮起，表示電源供應器正常運作。
4. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換處理器和散熱槽 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示更換已組裝的處理器及散熱槽（稱為處理器散熱槽模組 (PHM)）、處理器或散熱槽。

注意：在重複使用處理器或散熱槽之前，請確定先使用經 Lenovo 驗證的酒精清潔布和散熱膏。

重要事項：伺服器中的處理器可回應散熱狀況進行節流控制，暫時降低速度以減少散熱量。在少數幾個處理器核心節流期間（100 毫秒以下）極短的實例中，唯一的指標可能是作業系統事件日誌中的項目，而在系統 XCC 事件日誌中則沒有對應項目。如果發生這種情況，可以忽略此事件而不需要更換處理器。

卸下處理器和散熱槽 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下已組裝的處理器和散熱槽 (稱為處理器散熱槽模組 (PHM)) 。此作業需要 Torx T30 螺絲起子。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

重要事項：此作業必須由訓練有素的技術人員進行。

關於此作業

S002



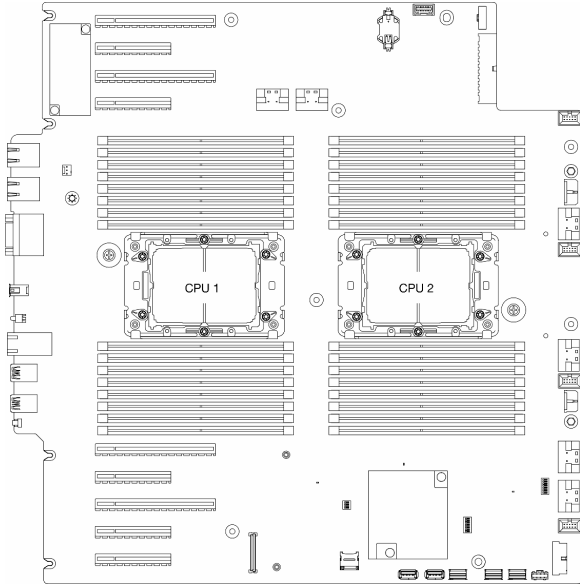
警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。
- 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或 PHM。卸下或安裝 PHM 時，請使用防塵蓋保護空的處理器插座。
- 請勿觸摸處理器插座或處理器接點。處理器插座接點非常脆弱，十分容易損壞。處理器接點上的雜質 (如皮膚上的油脂) 可能導致連接失敗。
- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。

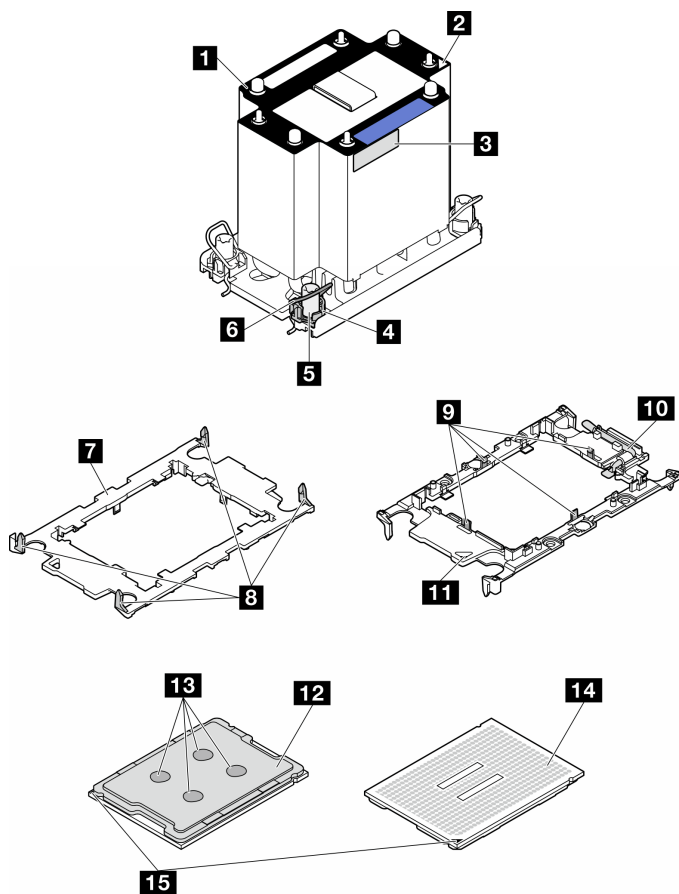
一次只卸下及安裝一個 PHM。如果主機板支援多個處理器，請從第一個處理器插座開始安裝 PHM。



圖例 118. 主機板上的處理器位置

附註： 散熱槽、處理器和處理器支架看起來可能與本節中的圖例不同。

下圖顯示 PHM 的元件。



圖例 119. PHM 元件

1 散熱槽	9 將處理器固定在支架中的固定夾
2 散熱槽三角形標記	10 支架三角形標記
3 處理器識別標籤	11 處理器彈出器把手
4 螺帽和導線環固定器	12 處理器散熱器
5 Torx T30 螺帽	13 散熱膏
6 防傾導線環	14 處理器接點
7 處理器支架	15 處理器三角形標記
8 將支架固定到散熱槽的固定夾	

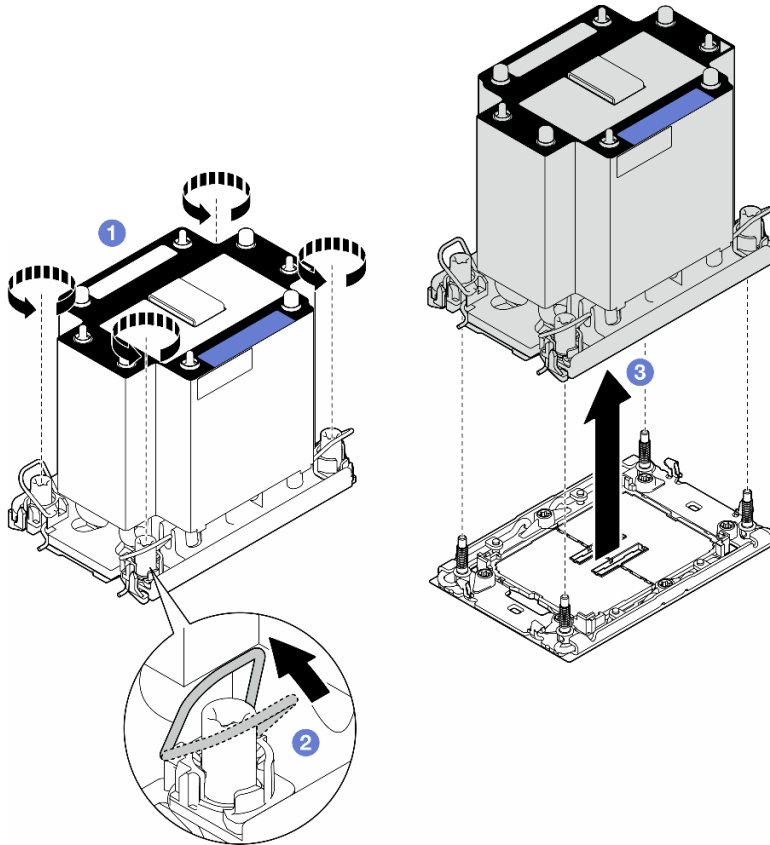
程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下備用電源供應器。請參閱第 158 頁「卸下電源供應器」。
- b. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- c. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- d. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。

步驟 2. 從主機板卸下 PHM。

- a. ① 依照散熱槽標籤上顯示的卸下順序完全鬆開 PHM 上的 Torx T30 螺帽。
- b. ② 向內旋轉防傾導線環。
- c. ③ 小心從處理器插座中提起 PHM。如果無法將 PHM 完全從插座中提起，請進一步鬆開 Torx T30 螺帽，然後再次嘗試提起 PHM。



圖例 120. 卸下 PHM

完成此作業後

- 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或 PHM。卸下或安裝 PHM 時，請使用防塵蓋保護空的處理器插座。
- 如果是在更換主機板的過程中卸下 PHM，請將 PHM 置於一旁。
- 若要重複使用處理器或散熱槽，請將處理器與其固定器分離。請參閱第 168 頁「將處理器與支架和散熱槽分開（僅限經過培訓的維修技術人員）」
- 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

將處理器與支架和散熱槽分開（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示將處理器及其支架與組裝的處理器和散熱槽（稱為處理器散熱槽模組 (PHM)）分開。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

重要事項：此作業必須由訓練有素的技術人員進行。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

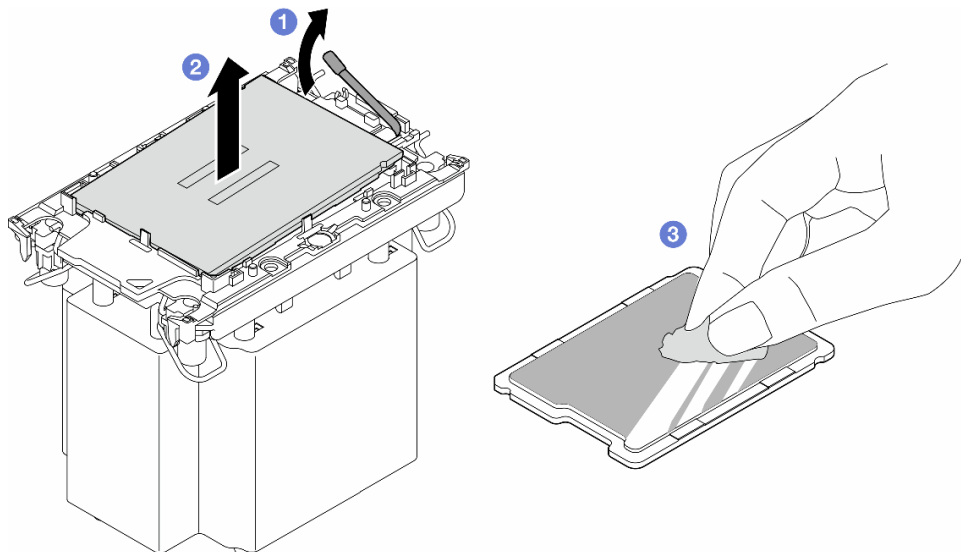
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 請勿觸摸處理器接點。處理器接點上的雜質（如皮膚上的油脂）可能導致連接失敗。
- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。

附註：散熱槽、處理器和處理器支架看起來可能與本節中的圖例不同。

程序

步驟 1. 將處理器與散熱槽和支架分開。

- 1 提起把手，以從支架鬆開處理器硬碟。
- 2 握住處理器的邊緣；然後，從散熱槽和支架提起處理器。
- 3 在不放下處理器的情況下，使用酒精清潔布從處理器頂部擦拭散熱膏；然後，將處理器放在防靜電表面上，並使處理器接點朝上。

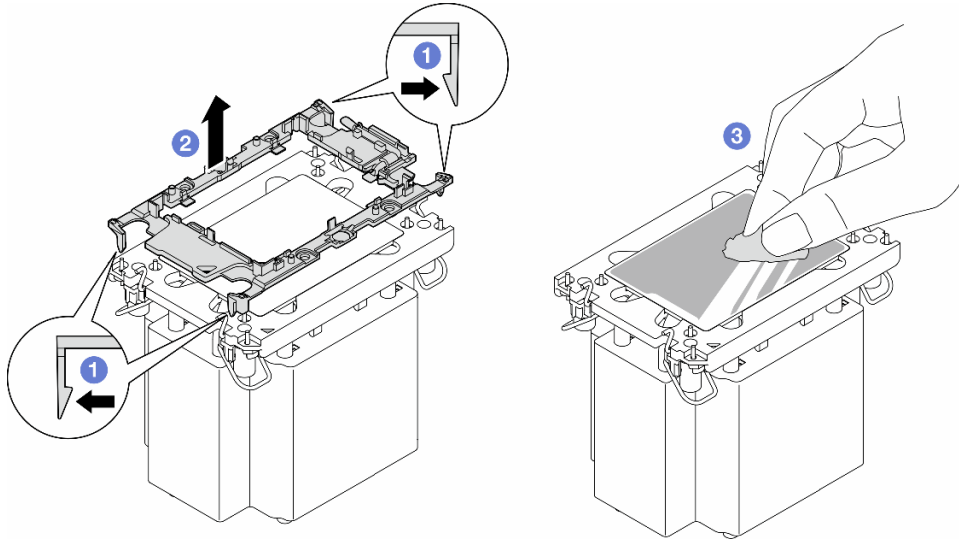


圖例 121. 將處理器與散熱槽和支架分開

附註：請勿觸摸處理器上的接點。

步驟 2. 將處理器支架與散熱槽分開。

- a. ① 從散熱槽鬆開固定夾。
- b. ② 將散熱槽提起支架。
- c. ③ 使用酒精清潔布，從散熱槽底部擦掉散熱膏。



圖例 122. 將處理器支架與散熱槽分開

附註：處理器支架將被丟棄，並用新的更換。

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 170 頁「[安裝處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）](#)」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示安裝已組裝的處理器和散熱槽（稱為處理器散熱槽模組 (PHM)）。此作業需要 Torx T30 螺絲起子。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

重要事項：此作業必須由訓練有素的技術人員進行。

關於此作業

S002

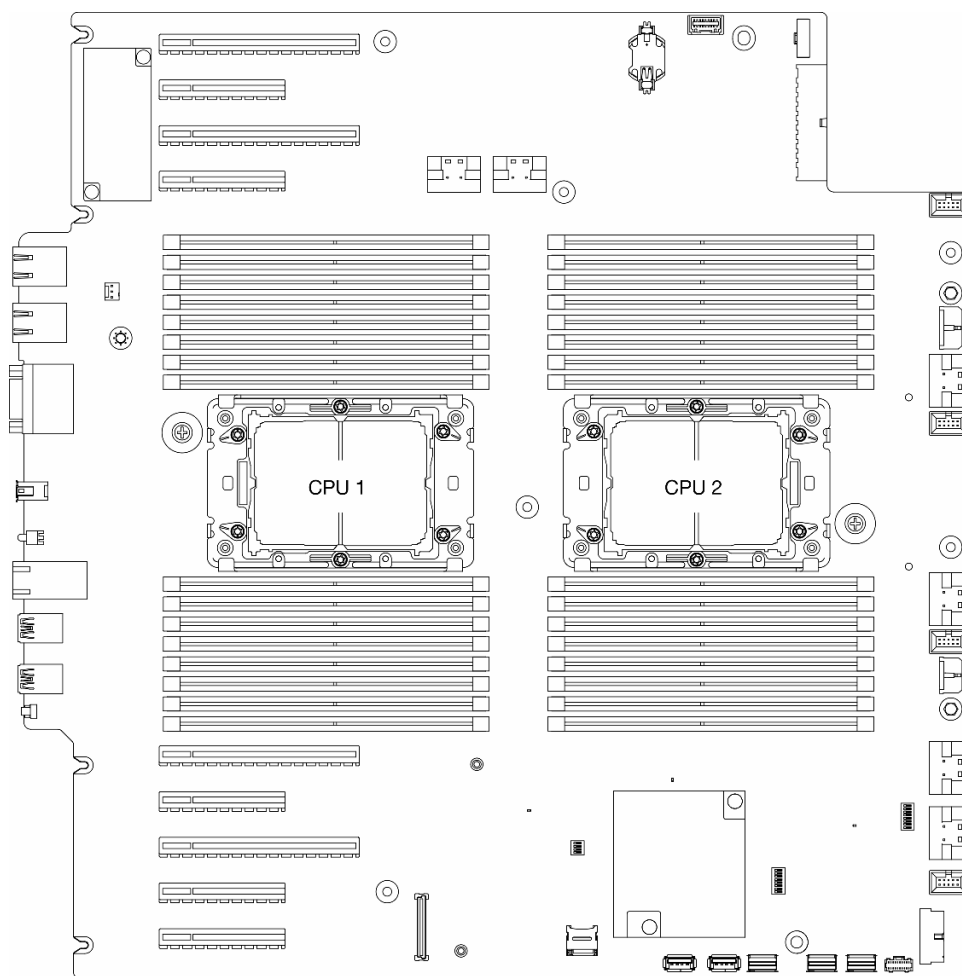


警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或 PHM。卸下或安裝 PHM 時，請使用防塵蓋保護空的處理器插座。
- 請勿觸摸處理器插座或處理器接點。處理器插座接點非常脆弱，十分容易損壞。處理器接點上的雜質（如皮膚上的油脂）可能導致連接失敗。
- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。
- 一次只卸下及安裝一個 PHM。如果主機板支援多個處理器，請從第一個處理器插座開始安裝 PHM。



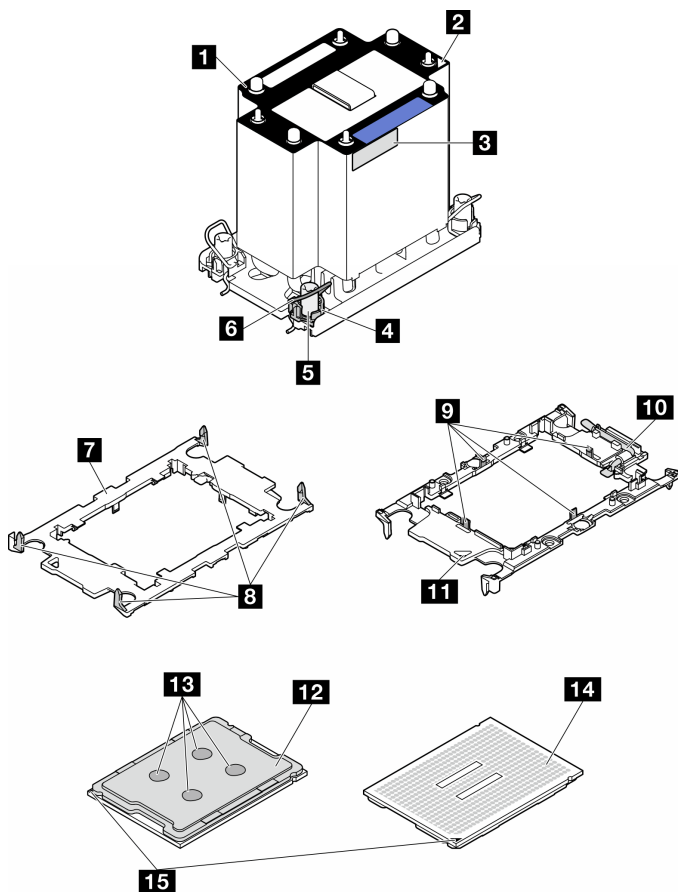
圖例 123. 主機板上的處理器位置

附註：

- 散熱槽、處理器和處理器支架看起來可能與本節中的圖例不同。
- PHM 帶有楔形缺口，可用於指示安裝位置及插座中的方向。

- 如需伺服器支援的處理器清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。主機板上的所有處理器都必須有相同的速度、核心數目及頻率。
- 安裝新的 PHM 或替換處理器之前，請將系統韌體更新為最新版本。請參閱第 264 頁「更新韌體」*ThinkSystem ST650 V3 使用手冊*中的「更新韌體」。

下圖顯示 PHM 的元件。



圖例 124. PHM 元件

1 散熱槽	9 將處理器固定在支架中的固定夾
2 散熱槽三角形標記	10 支架三角形標記
3 處理器識別標籤	11 處理器彈出器把手
4 螺帽和導線環固定器	12 處理器散熱器
5 Torx T30 螺帽	13 散熱膏
6 防傾導線環	14 處理器接點
7 處理器支架	15 處理器三角形標記
8 將支架固定到散熱槽的固定夾	

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱第 264 頁「更新韌體」。

程序

步驟 1. 更換處理器並重複使用散熱槽：

- a. 從散熱槽清除處理器識別標籤，並更換成替換處理器隨附的新標籤。
- b. 如果散熱槽上有任何舊的散熱膏，請使用酒精清潔布從散熱槽底部擦拭散熱膏。

步驟 2. 更換散熱槽並重複使用處理器。

- a. 請取下舊散熱槽上的處理器識別標籤，然後貼在新散熱槽上的相同位置。標籤位於散熱槽側邊最靠近三角形對齊標記之處。

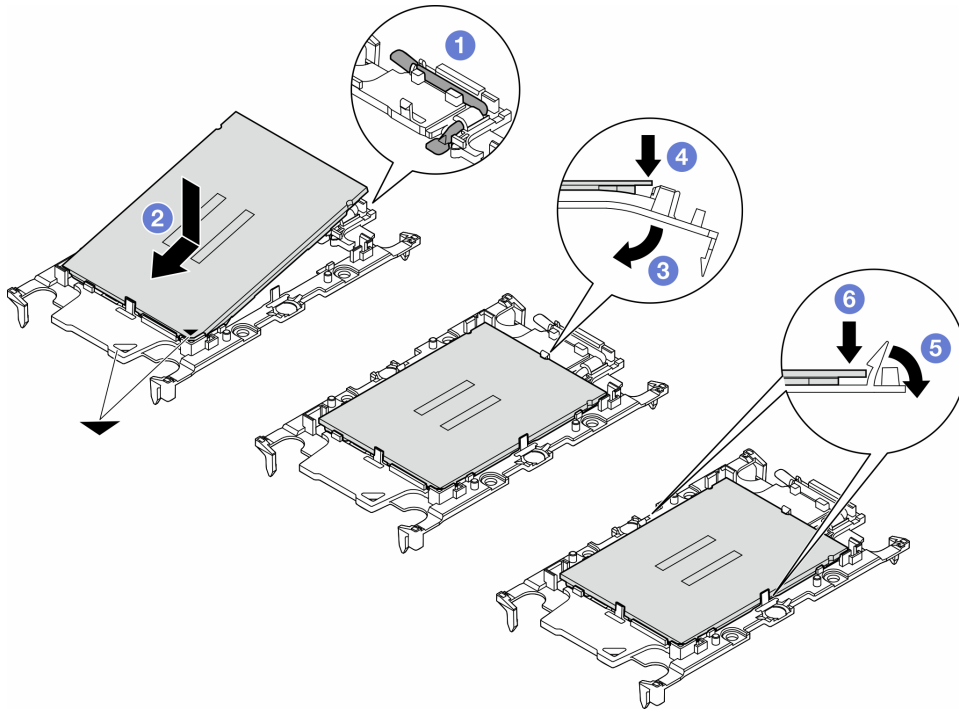
附註：無法取下標籤並貼在新的散熱槽上時，或如果標籤在轉貼時損壞，請使用油性簽字筆將處理器識別標籤的處理器序號寫在新散熱槽上原先要貼上標籤的相同位置。

- b. 將處理器安裝到新支架。

附註：替換用散熱槽隨附灰色和黑色處理器支架。確保使用與先前丟棄的支架顏色相同的支架。

1. ① 確定支架上的把手處於關閉的位置。
2. ② 對齊新支架上的處理器，以對齊三角形標記；然後將處理器標示的一端插入支架。
3. ③ 將處理器的插入端固定到位；然後，向下旋轉支架未標記端，使其脫離處理器。
4. ④ 按下處理器，將未標記端固定在支架上的夾具下。
5. ⑤ 小心地向下旋轉支架的側面，使其脫離處理器。
6. ⑥ 按下處理器，並將側邊固定在支架上的夾具下。

附註：為了防止處理器脫離支架，請讓處理器接點面保持向上，並握住處理器支架組件的支架兩側。



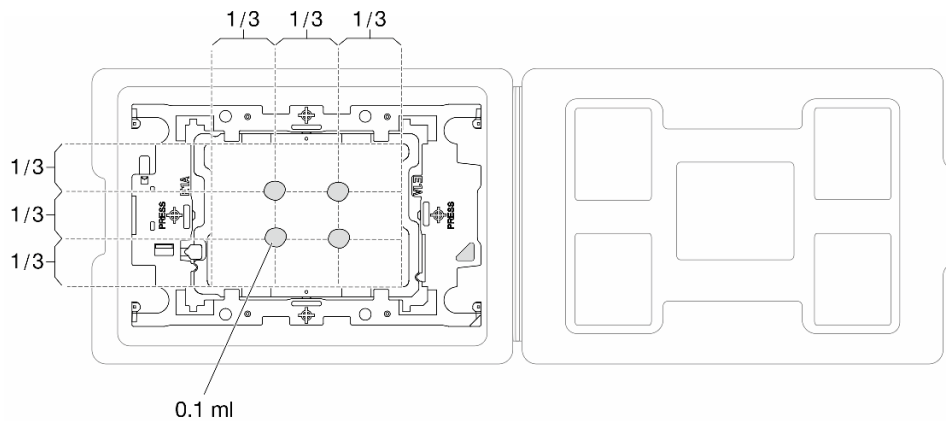
圖例 125. 安裝處理器支架

步驟 3. 塗上散熱膏。

- a. 處理器接點面保持向下，小心地將處理器和支架放置在運送匣中。確保支架上的三角形標記與運送匣中的三角形標記對齊。
- b. 如果處理器上有任何舊的散熱膏，請使用酒精清潔布輕輕地清潔處理器頂端。

附註：塗抹新的散熱膏之前，請確保酒精已完全蒸發。

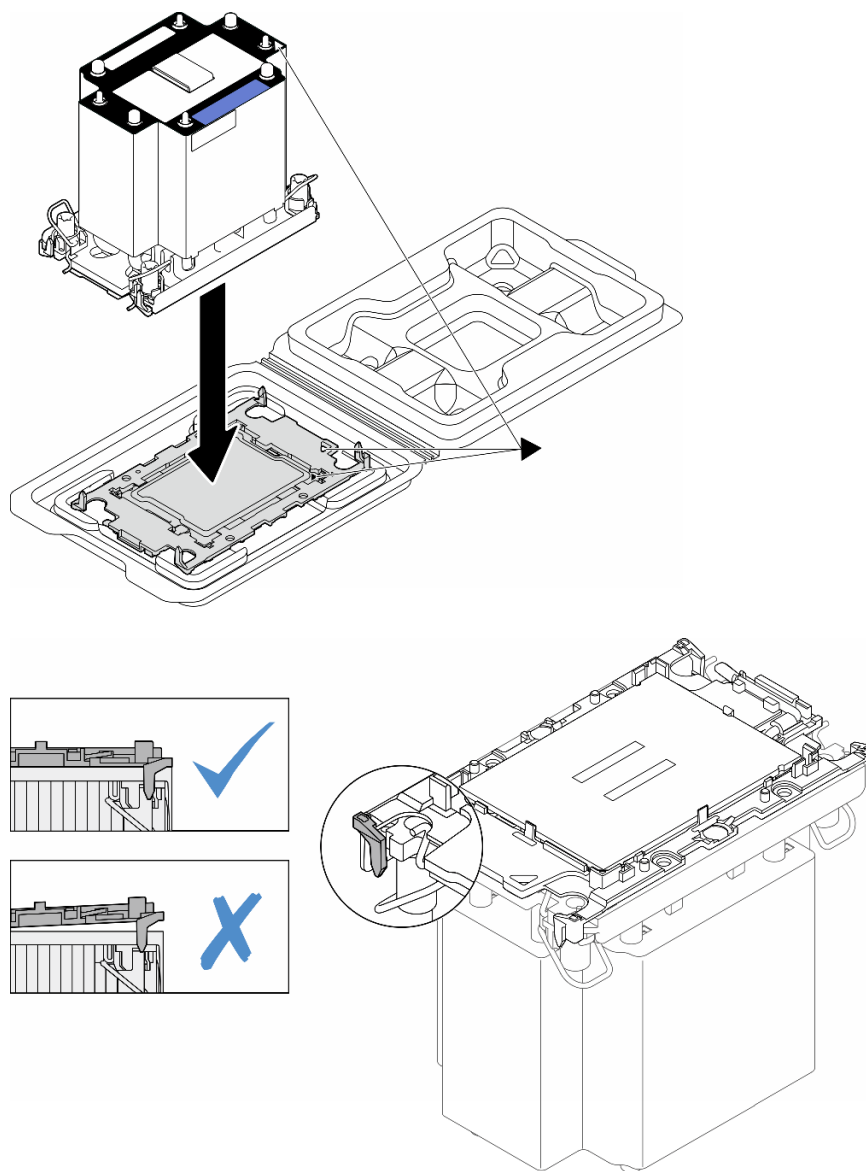
- c. 使用針筒在處理器頂端塗上四點間隔一致的散熱膏，每個點體積約 0.1 毫升。



圖例 126. 運送匣中的處理器塗上散熱膏

步驟 4. 組裝處理器和散熱槽。

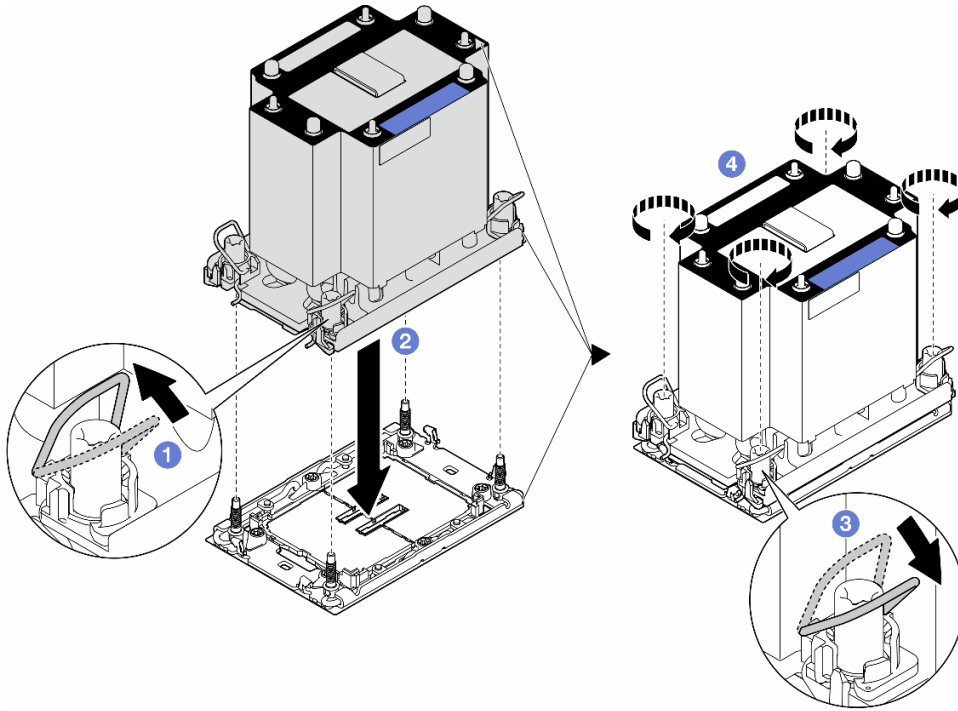
- a. 將散熱槽標籤上的三角形標記與處理器支架和處理器上的三角形標記對齊。
- b. 將散熱槽安裝在處理器支架上。
- c. 將支架壓入定位，直到四個角落的固定夾卡入。



圖例 127. 將 PHM 和處理器裝到運送匣中

步驟 5. 將處理器散熱槽模組安裝到主機板插座。

- a. ① 向內旋轉防傾導線環。
- b. ② 將 PHM 上的三角形標記和四個 Torx T30 螺帽對齊處理器插座的三角形標記和螺紋式支柱；然後，將 PHM 插入處理器插座。
- c. ③ 向外旋轉防傾導線環，直到它們與插座中的掛鉤嚙合。
- d. ④ 依照散熱槽標籤上顯示的安裝順序，完全鎖緊 Torx T30 螺帽。鎖緊螺絲直到停住；然後目視檢查，確定散熱槽下方的螺絲軸肩和處理器插座之間沒有空隙（將固定器完全鎖緊所需的扭矩為 1.1 牛頓米、10 英吋磅，供您參考）。



圖例 128. 安裝標準 PHM

完成此作業後

1. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
2. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
3. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
4. 重新安裝備用電源供應器。請參閱第 161 頁「安裝電源供應器」。
5. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換韌體和信任根 (RoT) 安全模組

請依照本節中的指示卸下或安裝 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (韌體和 RoT 安全模組)。

卸下韌體和 RoT 安全模組

請依照本節中的指示卸下 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (韌體和 RoT 安全模組)。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

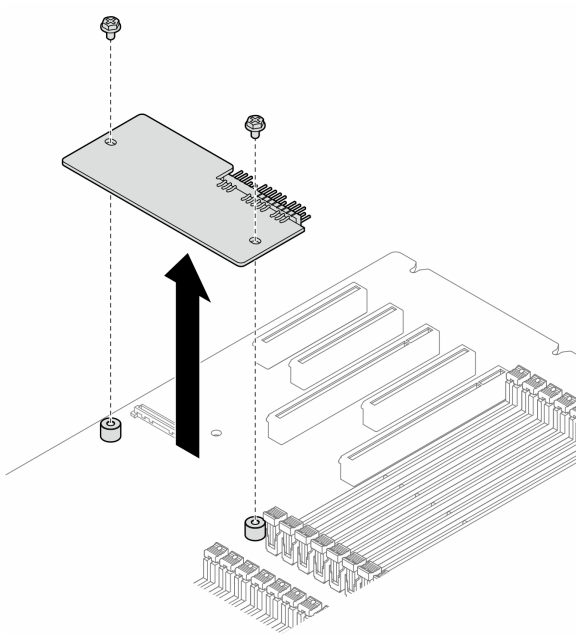
步驟 1. 為此作業做準備。

- 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- 拔下 PCIe 配接卡或全長 GPU 配接卡的纜線。
- 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
- 卸下所有 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。

步驟 2. 鬆開韌體和 RoT 安全模組的兩個螺絲；然後，將 RoT 模組從機箱中抬起。



圖例 129. 卸下韌體和 RoT 安全模組

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 177 頁「安裝韌體和 RoT 安全模組」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝韌體和 RoT 安全模組

請依照本節中的指示安裝 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module（韌體和 RoT 安全模組）。

關於此作業

注意：

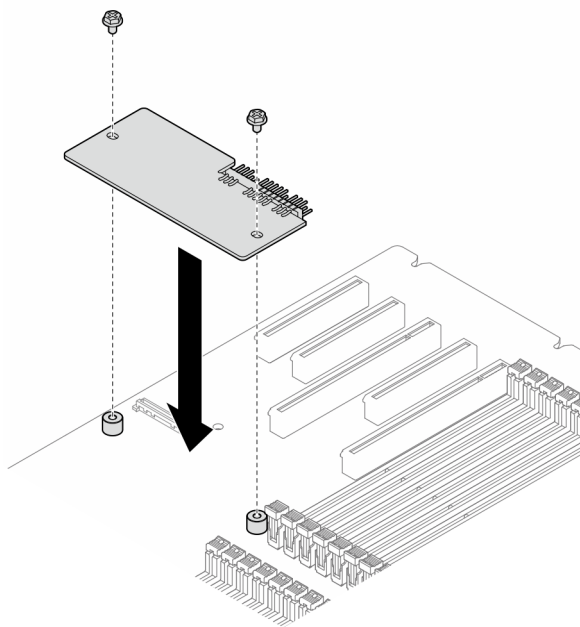
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 將裝有新零件的防靜電保護袋與伺服器外部任何未上漆的表面進行接觸。然後從保護袋中取出新零件，並將其放置在防靜電表面上。

步驟 2. 將韌體和 RoT 安全模組平穩地放在主機板上；然後，將兩顆螺絲對齊對應的螺帽並鎖緊以固定。



圖例 130. 安裝韌體和 RoT 安全模組

步驟 3. 將纜線連接至主機板。請參閱第 26 頁「主機板接頭」。

完成此作業後

1. 重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
2. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

3. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
4. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
5. 重新連接已拔下的所有纜線。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」

- 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
- 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
- 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
- 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

隱藏/顯示 TPM

TPM 預設為啟用，以加密系統作業的資料傳輸。您可以選擇使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 停用 TPM。

若要停用 TPM，請執行下列動作：

- 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

- 執行下列指令：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

其中：

- <userid>:<password> 是用來存取伺服器 BMC (Lenovo XClarity Controller 介面) 的認證。預設使用者 ID 為 USERID，而預設密碼為 PASSWORD (零，非大寫的 o)
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 位址。

範例：

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%!*'()*=` set
* Use `"` to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

- 重新啟動系統。

如果要再次啟用 TPM，請執行下列指令並重新啟動系統：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

範例：

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[Is]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

更新 TPM 韌體

您可以選擇使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新 TPM 韌體。

附註：TPM 韌體更新無法復原。更新後，TPM 韌體即無法降級到早期版本。

TPM 韌體版本

按照下列程序查看 TPM 韌體版本：

從 Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. 啟動伺服器，然後按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）
2. 如果需要開機管理者密碼，請輸入密碼。
3. 在 UEFI 設定頁面中，按一下**系統設定** → **安全性** → **授信平台模組** → **TPM 2.0** → **TPM 韌體版本**。

更新 TPM 韌體

若要更新 TPM 韌體，請執行下列動作：

1. 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 執行下列指令：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- <x.x.x.x> 是目標 TPM 版本。
例如 TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0)：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> 是用來存取伺服器 BMC（Lenovo XClarity Controller 介面）的認證。預設使用者 ID 為 USERID，而預設密碼為 PASSWORD（零，非大寫的 o）。
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 位址。

更換安全門

請依照本節中的指示卸下或安裝安全門。

附註：本節僅適用於已安裝安全門的伺服器型號。

卸下安全門

請依照本節中的指示卸下安全門。

關於此作業

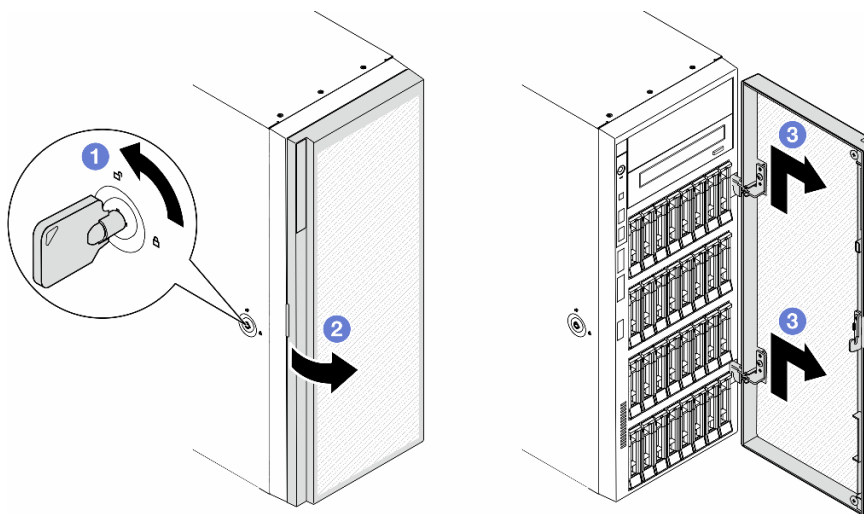
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。

- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

- 步驟 1. ① 使用附在伺服器背面的鑰匙解除鎖定蓋板。
- 步驟 2. ② 打開安全門。
- 步驟 3. ③ 將安全門稍微向上抬起，直到其完全從機箱卸下。



圖例 131. 卸下安全門

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 181 頁「安裝安全門」
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝安全門

請依照本節中的指示安裝安全門。

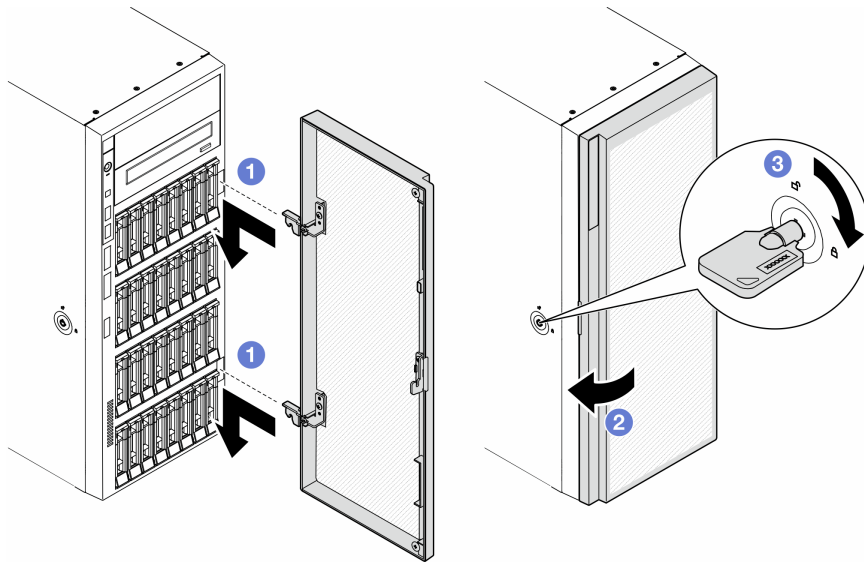
關於此作業

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

程序

- 步驟 1. ① 將安全門上的兩個固定鉤對齊前方擋板上的對應孔；然後，將安全門向內推並向下放，直到它固定為止。
- 步驟 2. ② 關上安全門。
- 步驟 3. ③ 使用附在伺服器背面的鑰匙鎖定伺服器蓋板。



圖例 132. 安裝安全門

完成此作業後

完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換主機板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下或安裝主機板。

重要事項：此作業必須由訓練有素的技術人員進行。

卸下主機板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下主機板。

重要事項：此作業必須由訓練有素的技術人員進行。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。

- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

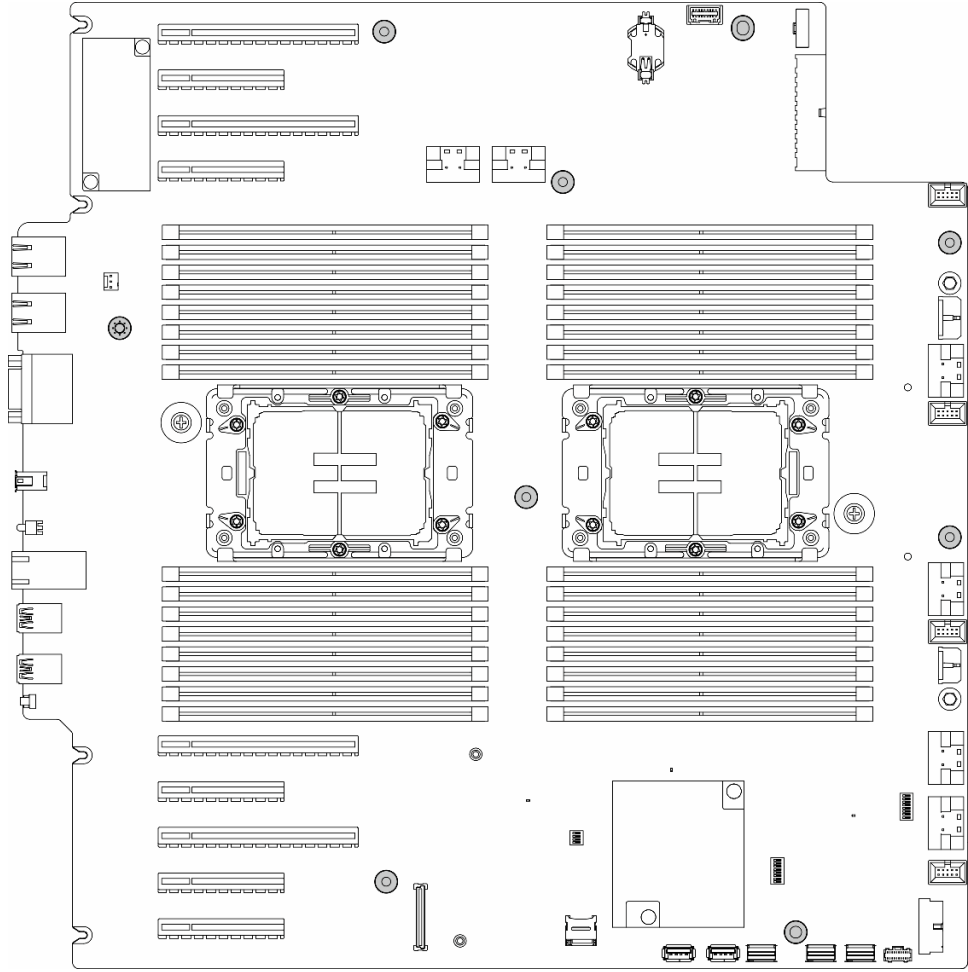
- a. 記錄所有系統配置資訊，如 Lenovo XClarity Controller IP 位址、重要產品資料，以及伺服器的機型、型號、序號、通用唯一 ID 及資產標籤。
- b. 使用 Lenovo XClarity Essentials，將系統配置儲存至外部裝置。
- c. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- d. 如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- e. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- f. 拔下 PCIe 配接卡或全長 GPU 配接卡的纜線。
- g. 卸下所有全長 GPU 配接卡（如果有的話）。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- h. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

- i. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。
- j. 卸下所有 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。
- k. 卸下入侵開關。請參閱第 109 頁「卸下入侵開關」。
- l. 卸下 CMOS 電池。請參閱第 71 頁「卸下 CMOS 電池 (CR2032)」。
- m. 在每個記憶體模組上貼上插槽號碼標籤，從主機板卸下所有記憶體模組，並將其放置在防靜電平面上，以供重新安裝。請參閱第 119 頁「卸下記憶體模組」。
- n. 卸下處理器和散熱槽。請參閱第 165 頁「卸下處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
- o. 記下纜線連接至主機板的位置，然後拔除所有纜線。

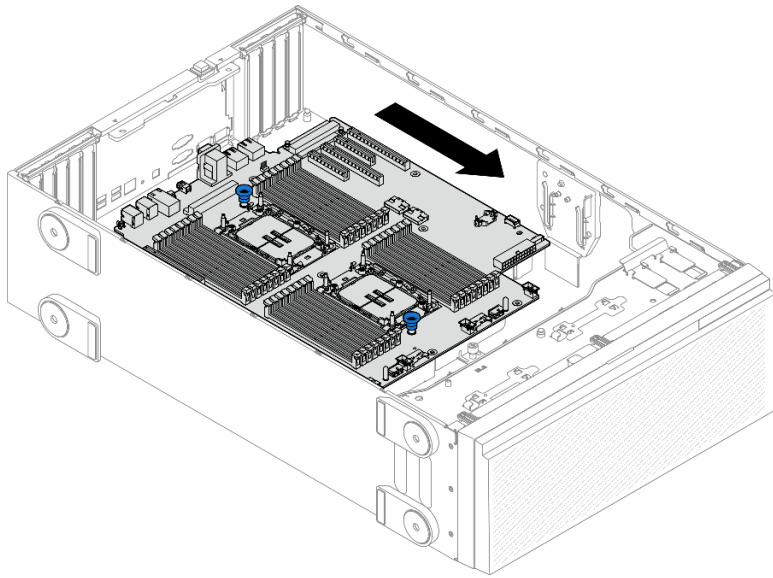
附註：先鬆開纜線接頭上的所有門鎖、纜線夾、卡榫或鎖如果在拔除纜線之前未鬆開這些物件，則會損壞主機板上的纜線接頭。若纜線接頭有任何損壞，都可能需要更換主機板。

步驟 2. 卸下用來固定主機板的九個螺絲。



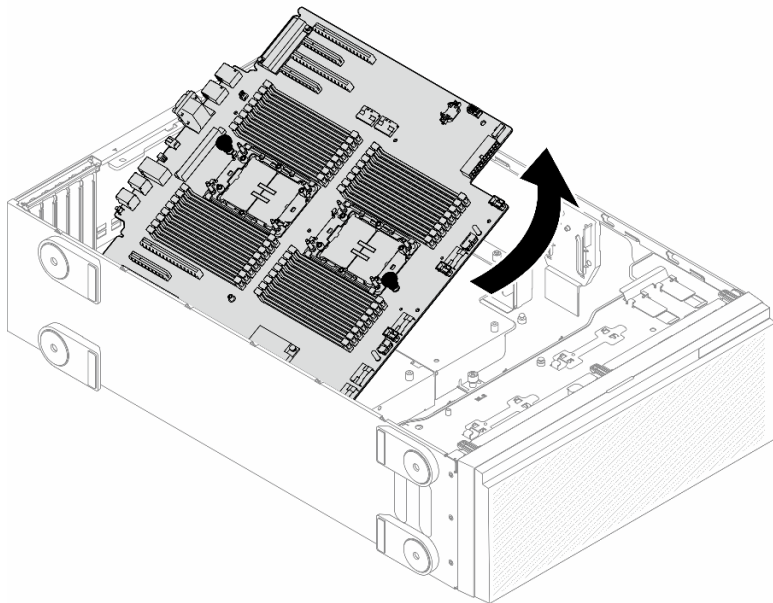
圖例 133. 卸下主機板螺絲

步驟 3. 將主機板朝向伺服器正面移動。確定主機板背面的接頭已脫離後方面板的對應孔。



圖例 134. 將主機板脫離機箱

步驟 4. 握住柱塞，然後依所示方向卸下主機板。



圖例 135. 卸下主機板

步驟 5. 將舊的主機板放在乾淨、平坦的防靜電表面。

完成此作業後

- 安裝主機板。請參閱第 186 頁「[安裝主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）](#)」。
- 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

重要事項：送回主機板之前，請確定安裝新主機板的處理器插座防塵蓋。若要更換處理器插座防塵蓋：

1. 拿取新主機板上的處理器插座組件的防塵蓋，並以正確的方向放在卸下的主機板上的處理器插座組件上。
2. 將防塵蓋接腳輕輕往下壓入處理器插座組件中，請按壓邊緣以避免損壞插座插腳。您可能會聽到「喀嚓」一聲，表示防塵蓋已穩固連接。
3. **確定**防塵蓋已穩固連接至處理器插座組件。

安裝主機板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示安裝主機板。

重要事項：此作業必須由訓練有素的技術人員進行。

關於此作業

S002



警告：

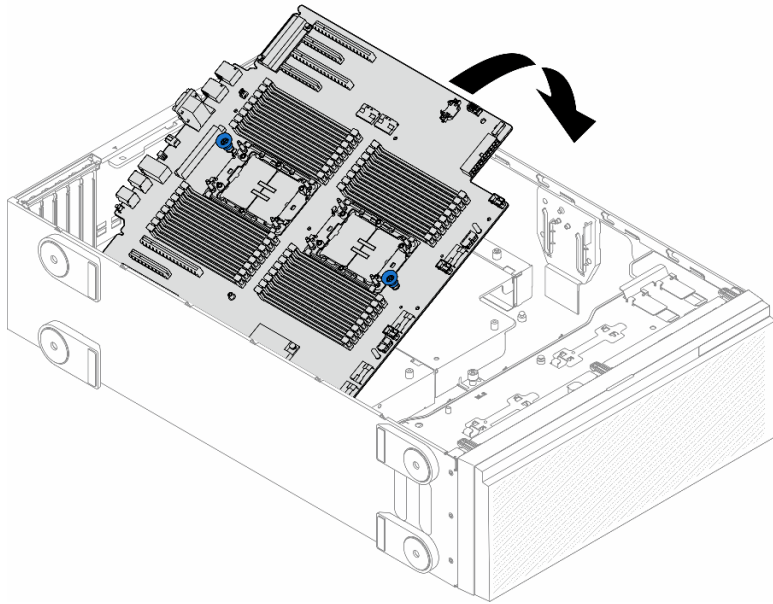
裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

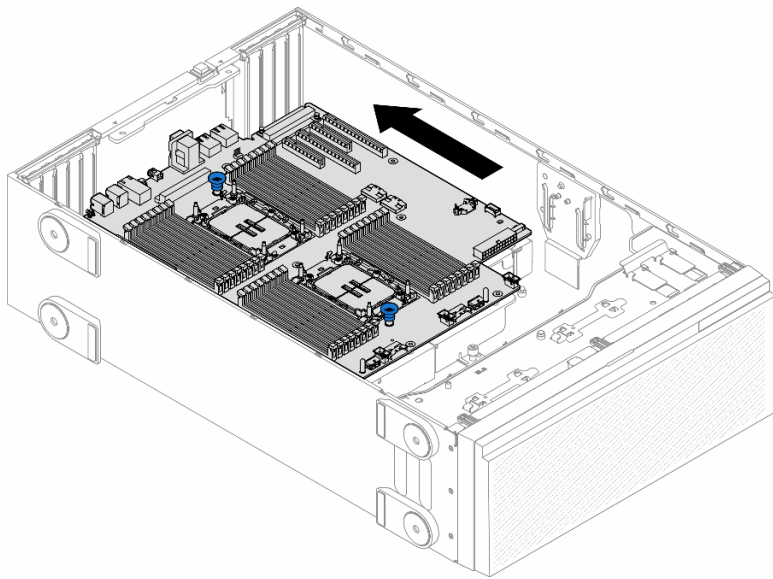
程序

步驟 1. 握住主機板柱塞，然後如圖所示，將主機板輕輕放入到機箱中。



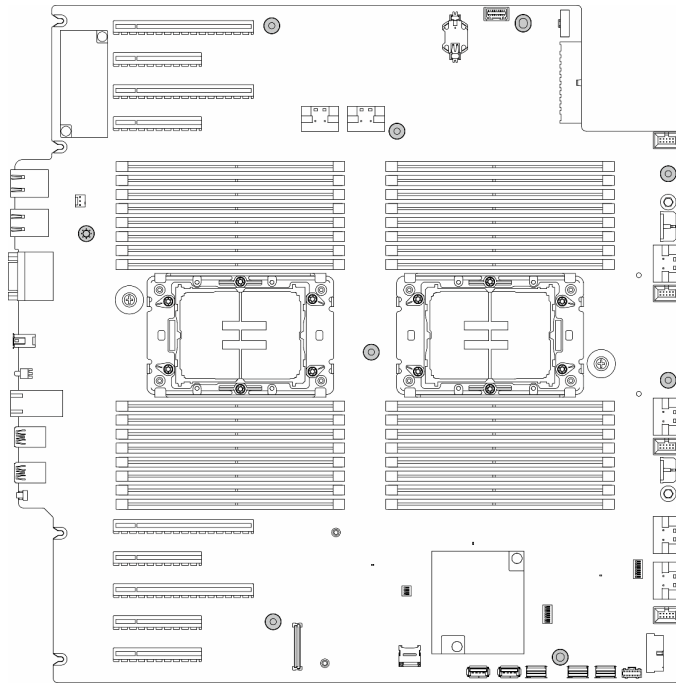
圖例 136. 安裝主機板

步驟 2. 將主機板朝著伺服器背面移動。確定新主機板上的背面接頭插入後方面板上對應的孔。



圖例 137. 將主機板嚙合到機箱

步驟 3. 鎖緊九顆螺絲，固定主機板位置。



圖例 138. 安裝主機板螺絲

完成此作業後

1. 重新安裝處理器和散熱槽。請參閱第 170 頁「安裝處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
2. 重新安裝所有的記憶體模組。請參閱第 120 頁「安裝記憶體模組」。
3. 重新安裝 CMOS 電池。請參閱第 72 頁「安裝 CMOS 電池 (CR2032)」。
4. 重新安裝入侵開關。請參閱第 110 頁「安裝入侵開關」。
5. 重新安裝所有 PCIe 配接卡。請參閱第 144 頁「安裝 HL PCIe 配接卡」。
6. 重新安裝風扇機盒組件。請參閱第 84 頁「安裝風扇機盒組件」。

注意：處理風扇機盒組件時，必須將所有風扇模組從風扇機盒中卸下。

7. 重新安裝所有風扇模組（如有需要，也重新安裝風扇填充板）。請參閱第 85 頁「安裝風扇模組」。
8. 如有需要，請重新安裝所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 150 頁「安裝 FL GPU 配接卡」。
9. 重新連接已拔下的所有纜線。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」。
10. 重新安裝空氣擋板。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
11. 如有需要，請重新安裝所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 92 頁「安裝快閃記憶體電源模組」。
12. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
13. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。
14. 更新重要產品資料 (VPD)。請參閱第 189 頁「更新重要產品資料 (VPD)」。
您可以在 ID 標籤上找到機型號碼和序號，請參閱第 35 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
15. 如果需要隱藏 TPM 或更新 TPM 韌體，請參閱第 179 頁「隱藏/顯示 TPM」或第 180 頁「更新 TPM 韌體」。
16. （選用）啟用安全開機。請參閱第 190 頁「啟用 UEFI 安全開機」。

更新重要產品資料 (VPD)

使用本主題來更新重要產品資料 (VPD)。

- (必要) 機型
- (必要) 序號
- (選用) 資產標籤
- (選用) UUID

建議的工具：

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 指令

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

步驟：

1. 啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鈕。依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面隨即顯示。
2. 選擇**系統摘要**。「系統摘要」標籤頁面隨即顯示。
3. 按一下**更新 VPD**，然後遵循畫面上的指示更新 VPD。

使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 指令

- 更新**機型**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- 更新**序號**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- 更新**系統型號**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]`
- 更新**資產標籤**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- 更新**UUID**
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`

變數	說明
<m/t_model>	伺服器機型及型號。 輸入 xxxxyyy，其中 xxxx 是機型，而 yyy 是伺服器型號。
<s/n>	伺服器上的序號。 輸入 zzzzzzz，其中 zzzzzzz 是序號。
<system model>	伺服器上的系統型號。 輸入 system yyyyyyyy，其中 yyyyyyyy 是產品識別碼。

<code><asset_tag></code>	<p>伺服器資產標籤號碼。</p> <p>輸入 <code>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</code>，其中 <code>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</code> 是資產標籤號碼。</p>
<code>[access_method]</code>	<p>您選擇的存取目標伺服器的方法。</p> <ul style="list-style-type: none"> 線上 KCS（未經鑑別並會限定使用者）： 您可以從指令直接刪除 <code>[access_method]</code>。 線上鑑別 LAN： 在這種情況下，請在 OneCLI 指令末尾指定以下 LAN 帳戶資訊： <code>--bmc-username <user_id> --bmc-password <password></code> 遠端 WAN/LAN： 在這種情況下，請在 OneCLI 指令末尾指定以下 XCC 帳戶資訊和 IP 位址： <code>--bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP></code> <p>附註：</p> <ul style="list-style-type: none"> <code><bmc_user_id></code> BMC 帳戶名稱（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。 <code><bmc_password></code> BMC 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。

啟用 UEFI 安全開機

您可以選擇啟用 UEFI 安全開機。

有兩種方式可啟用 UEFI 安全開機：

- 從 Lenovo XClarity Provisioning Manager

如果要從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 啟用 UEFI 安全開機：

- 啟動伺服器，然後按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）
- 如果需要開機管理者密碼，請輸入密碼。
- 在 UEFI 設定頁面中，按一下 **系統設定** → **安全性** → **安全開機**。
- 啟用安全開機並儲存設定。

附註： 如果需要停用 UEFI 安全開機，請在步驟 4 中選取「停用」。

- 從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

如果要從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 啟用 UEFI 安全開機：

- 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。
若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
- 執行下列指令，以啟用安全開機：
`OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>`

其中：

- `<userid>:<password>` 是用來存取伺服器 BMC（Lenovo XClarity Controller 介面）的認證。預設使用者 ID 為 USERID，而預設密碼為 PASSWORD（零，非大寫的 o）
- `<ip_address>` 是 BMC 的 IP 位址。

如需 Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set` 指令的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

附註： 如果需要停用 UEFI 安全開機，請執行下列指令：

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

更換 T4 填充板

請依照本節中的指示卸下或安裝 T4 填充板。

卸下 T4 填充板

請依照本節中的指示卸下 T4 填充板。

關於此作業

S017



警告：

附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

S033



警告：

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

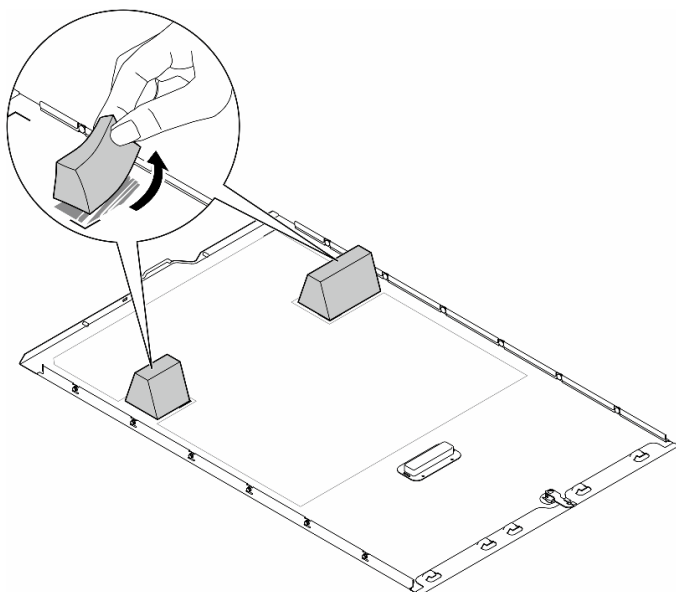
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

附註：

程序

- 步驟 1. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- 步驟 2. 將伺服器蓋板翻轉過來，然後找到您要卸下的 T4 填充板。
- 步驟 3. 卸下 T4 填充板。



圖例 139. 卸下 T4 填充板

完成此作業後

1. 如有需要，請安裝替換裝置。請參閱第 192 頁「安裝 T4 填充板」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 T4 填充板

請依照本節中的指示安裝 T4 填充板。

關於此作業

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

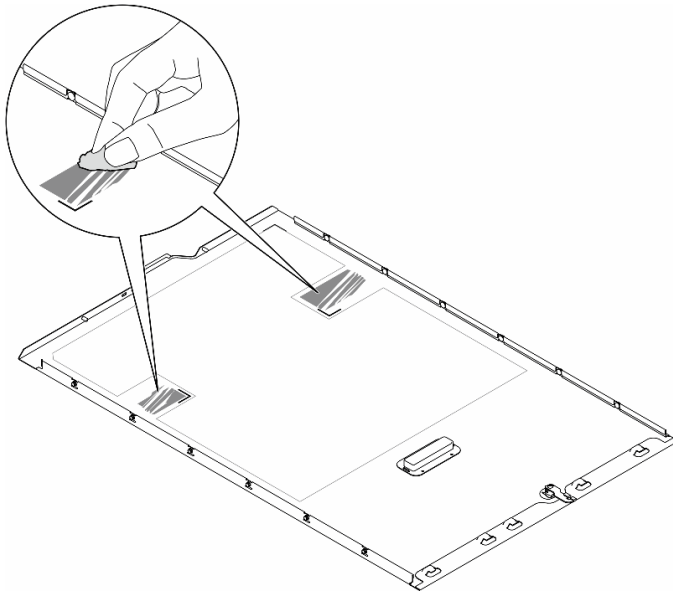
注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

附註：安裝了一個或多個 A2/L4 GPU 配接卡時，需要在伺服器蓋板上安裝 **T4 填充板**，以維持適當散熱和氣流。如需關於 GPU 安裝的技術規則詳細資訊，請參閱第 146 頁「GPU 安裝規則」。

程序

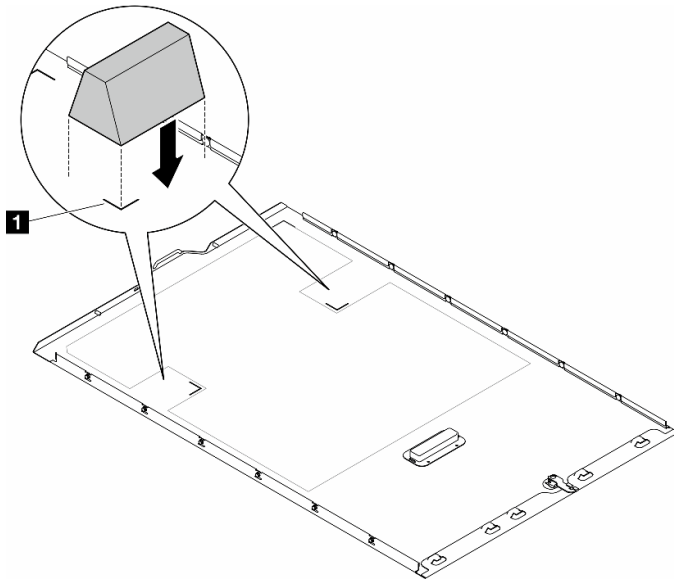
- 步驟 1. 在伺服器蓋板底部找出適用 PCIe 插槽的對應位置。
- 步驟 2. 使用酒精清潔布來擦拭表面。



圖例 140. 清潔表面

- 步驟 3. 撕下塑膠套，並裝入 T4 填充板。確保 T4 填充板有對齊 **1** 角落標記。

附註：確定酒精已完全蒸發後，再裝入新的 T4 填充板。



圖例 141. 安裝 T4 填充板

在您完成之後

1. 重新安裝伺服器蓋板。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
2. 完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

更換伺服器蓋板

請依照本節中的指示卸下或安裝伺服器蓋板。

卸下伺服器蓋板

請依照本節中的指示卸下伺服器蓋板。

關於此作業

S014



警告：
可能存在危險等級的電壓、電流及電能。只有合格的維修技術人員才獲得授權，能夠卸下貼有標籤的蓋板。

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

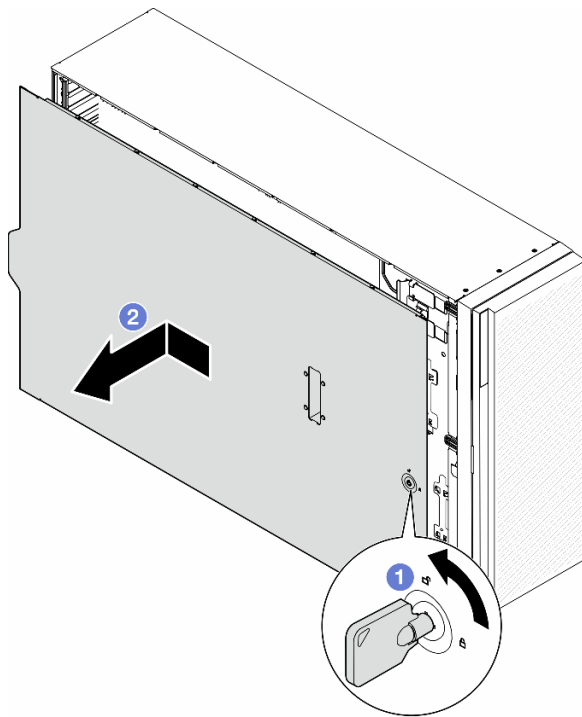
- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。

注意：為了保持正常散熱，務必先安裝伺服器蓋板，再開啟伺服器電源。在未正確安裝蓋板的情況下操作伺服器，可能會造成伺服器元件損壞。

程序

步驟 1. 卸下伺服器蓋板。

- a. ① 使用附在伺服器背面的鑰匙解除鎖定蓋板鎖。
- b. ② 將伺服器蓋板滑向伺服器背面，直到伺服器蓋板脫離機箱。然後，將伺服器蓋板從機箱中拿出，再將伺服器蓋板放在乾淨平坦的表面上。



圖例 142. 卸下伺服器蓋板

完成此作業後

1. 安裝替換裝置。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝伺服器蓋板

請依照本節中的指示安裝伺服器蓋板。

關於此作業

S014



警告：
可能存在危險等級的電壓、電流及電能。只有合格的維修技術人員才獲得授權，能夠卸下貼有標籤的蓋板。

S017



警告：
附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

S033



警告：
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

注意：

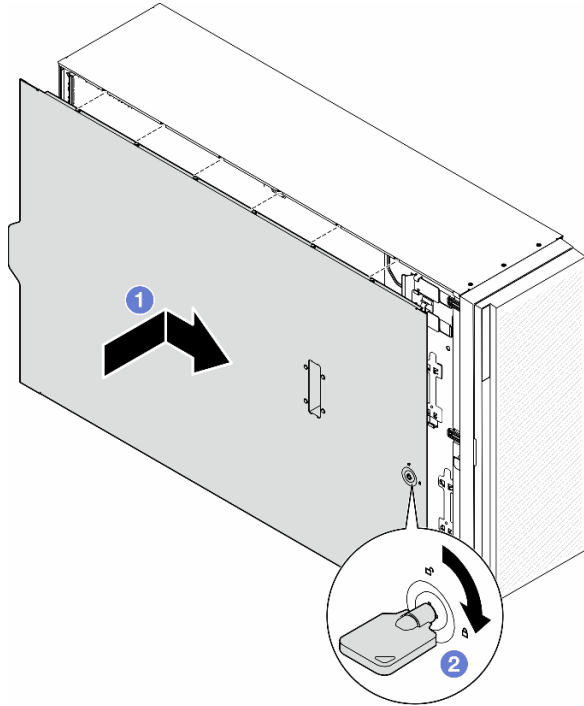
- 閱讀閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 確定所有配接卡和其他元件都已正確安裝，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。
- 確定所有內部纜線都已正確佈置。請參閱第 199 頁第 6 章「內部纜線佈線」。
- 安裝新的伺服器蓋板時，如有需要，請先將服務標籤貼到新伺服器蓋板的內側。

附註：新的伺服器蓋板沒有貼服務標籤。如果您需要服務標籤，請與新的伺服器蓋板一起訂購。服務標籤是免費的。

程序

步驟 1. 安裝伺服器蓋板。

- a. ① 將伺服器蓋板放到機箱上，直到伺服器蓋板兩側的所有卡榫都與機箱啮合為止。然後將伺服器蓋板往機箱正面推，直到伺服器蓋板停止而且蓋板前緣對齊前方擋板的邊緣為止。
- b. ② 使用鑰匙鎖定蓋板。



圖例 143. 安裝伺服器蓋板

附註：將蓋板向前滑動之前，請確定蓋板的所有卡榫都與機箱正確啮合。若所有卡榫未能正確咬合機箱，日後卸下蓋板時會非常困難。

完成此作業後

完成零件更換。請參閱第 197 頁「完成零件更換」。

完成零件更換

請依照本節中的指示完成零件更換。

若要完成零件更換，請遵循下列步驟進行：

1. 確定已正確重新組裝所有元件，且伺服器內未遺留任何工具或鬆脫的螺絲。
2. 將伺服器中的纜線適當地進行佈線並加以固定。請參閱每個元件的纜線連接和佈線資訊。
3. 若已卸下空氣擋板，請重新安裝。請參閱第 69 頁「安裝空氣擋板」。
4. 如果已卸下伺服器蓋板，請將它裝回。請參閱第 196 頁「安裝伺服器蓋板」。

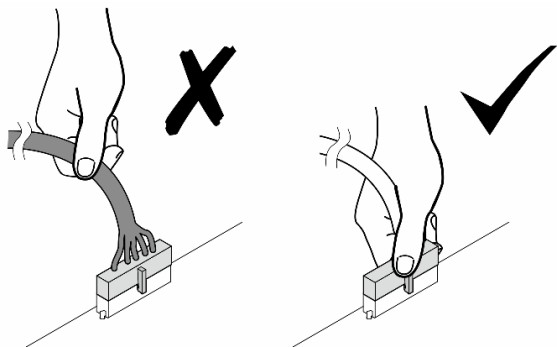
注意：為了保持正常冷卻和空氣流通，請在開啟伺服器之前重新裝回空氣擋板。於空氣擋板卸下時操作伺服器，可能會損壞伺服器元件。

5. 如有需要，請將伺服器安裝到機架。請參閱第 56 頁「將伺服器安裝到機架」。
6. 重新連接先前拔掉的電源線和任何纜線。
7. 開啟伺服器和週邊裝置的電源。請參閱第 50 頁「開啟伺服器電源」。
8. 更新伺服器配置。
 - 下載並安裝最新的裝置驅動程式：<http://datacentersupport.lenovo.com>。
 - 更新系統韌體。請參閱第 264 頁「更新韌體」。
 - 更新 UEFI 配置。請參閱 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>。
 - 如果您已安裝或卸下熱抽換硬碟或 RAID 配接卡，請重新配置磁碟陣列。請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 以取得與您伺服器相容的 LXPM 文件。

第 6 章 內部纜線佈線

請參閱本節，為特定元件進行纜線佈線。

附註：從主機板拔下纜線時，請解開所有門鎖、鬆開纜線接頭的卡榫或鎖夾。若卸下纜線之前沒有鬆開他們，會損及主機板上脆弱的纜線插座。若纜線插座有任何損壞，可能都需要更換主機板。

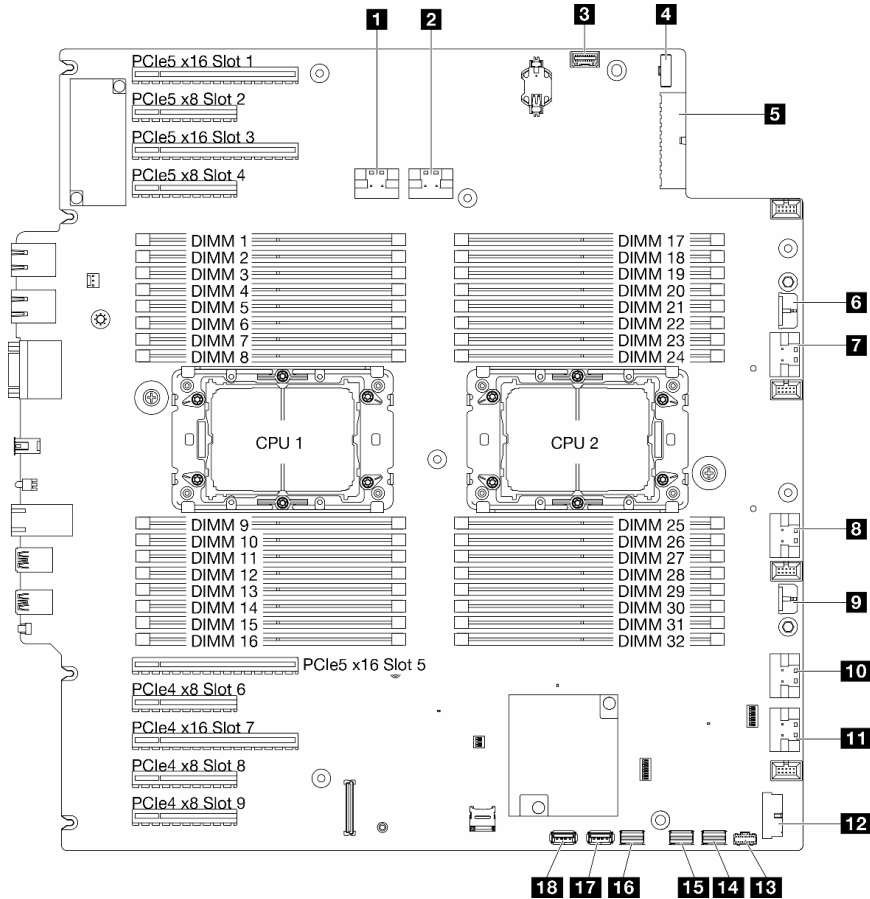


識別接頭

請參閱本節，以找出並識別電路板上的接頭。

主機板接頭

請參閱本主題以找出主機板上的接頭。



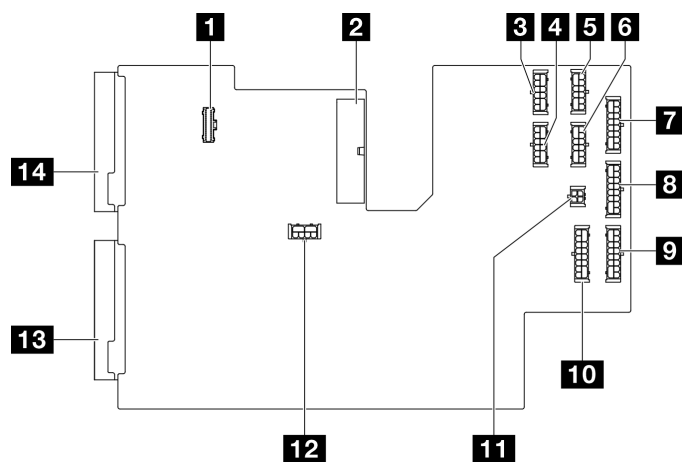
圖例 144. 主機板接頭

表格 28. 主機板接頭

1 PCIe 1 接頭	10 PCIe 5 接頭
2 PCIe 2 接頭	11 PCIe 6 接頭
3 前方操作面板接頭	12 正面 USB 接頭
4 電源側頻接頭	13 M.2 電源接頭
5 主機板電源 1 接頭	14 M.2 信號接頭
6 CFF RAID 接頭	15 SATA 4-7 接頭
7 PCIe 3 接頭	16 SATA 0-3 接頭
8 PCIe 4 接頭	17 內部 USB 2 接頭
9 主機板電源 2 接頭	18 內部 USB 1 接頭

電源配送板接頭

請參閱本節以找出電源配送板上的接頭。

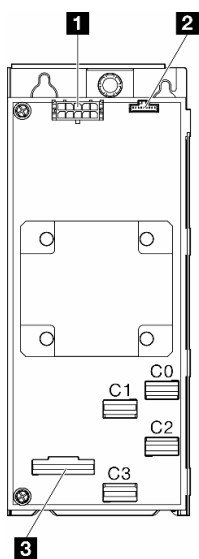


圖例 145. 電源配送板上的接頭

1 PDB 側頻接頭	8 BP3 電源接頭
2 主要電源接頭 1	9 BP2 電源接頭
3 GPU1 電源接頭	10 BP1 電源接頭
4 GPU2 電源接頭	11 ODD 電源接頭
5 GPU3 電源接頭	12 主要電源接頭 2
6 GPU4 電源接頭	13 PSU2 電源接頭
7 BP4 電源接頭	14 PSU1 電源接頭

內部 CFF RAID 配接卡接頭

請參閱本主題以找出內部 CFF RAID 配接卡上的接頭。



圖例 146. 內部 CFF RAID 配接卡上的接頭

1 電源接頭	3 信號接頭
2 側頻接頭	

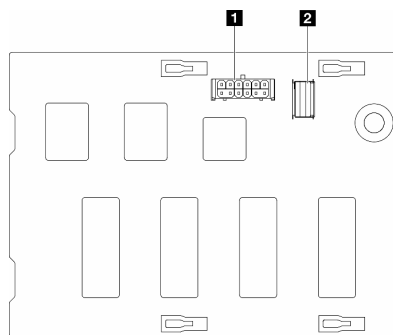
硬碟背板接頭

使用本節來識別硬碟背板。

3.5 吋磁碟機背板

請參閱本主題以找出 3.5 吋硬碟背板上的接頭。

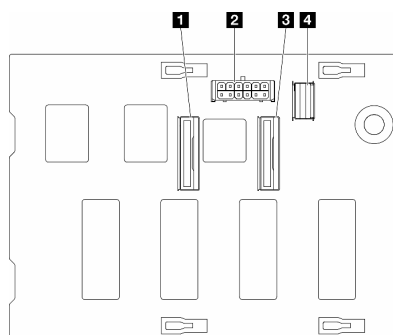
3.5 吋 SAS/SATA 4 機槽背板



圖例 147. 3.5 吋 SAS/SATA 4 機槽背板接頭

- 1** 電源接頭
- 2** SAS/SATA 接頭

3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 和 NVMe 4 機槽背板



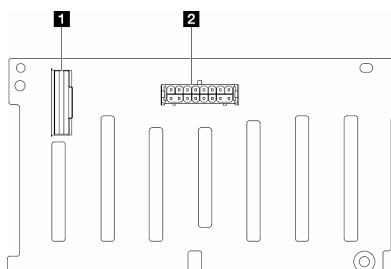
圖例 148. 3.5 吋 SAS/SATA/NVMe 和 NVMe 4 機槽背板接頭

- 1** NVMe 2-3 接頭
- 2** 電源接頭
- 3** NVMe 0-1 接頭
- 4** SAS/SATA 接頭

2.5 吋硬碟背板

請參閱本主題以找出 2.5 吋硬碟背板上的接頭。

2.5 吋 SAS/SATA 8 機槽背板

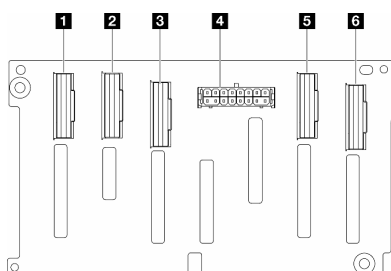


1 SAS/SATA 接頭

2 電源接頭

圖例 149. 2.5 吋 SAS/SATA 8 機槽磁碟機背板接頭

2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 和 NVMe 8 機槽背板



1 NVMe 6-7 接頭

2 NVMe 4-5 接頭

3 SAS/SATA 接頭

4 電源接頭

5 NVMe 2-3 接頭

6 NVMe 0-1 接頭

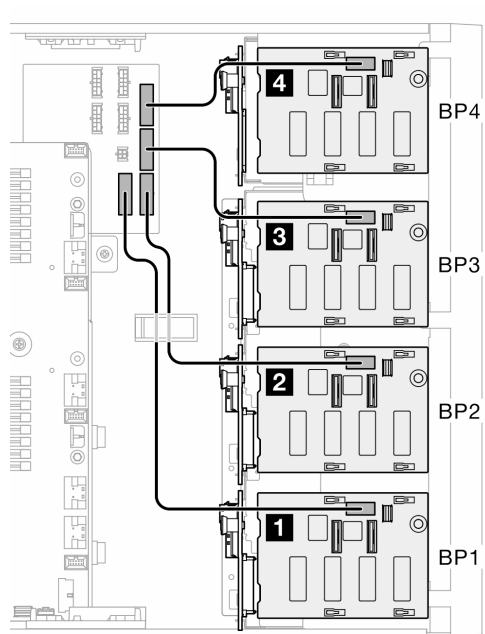
圖例 150. 2.5 吋 SAS/SATA/NVMe 和 NVMe 8 機槽背板接頭

3.5 吋硬碟纜線佈線

請參閱本主題以瞭解如何為配備 3.5 吋硬碟背板的伺服器型號進行纜線佈線。

為與系統中安裝的背板對應的電源線完成下列佈線。

表格 29. 電源線佈線 - 3.5 吋硬碟背板

	從（背板）到電源配送板		長度
	4 BP4	BP4 電源接頭	160 公釐
3 BP3	BP3 電源接頭	355 公釐	
2 BP2	BP2 電源接頭		
1 BP1	BP1 電源接頭	455 公釐	

然後，查看與系統配置對應的組合表：

- 第 206 頁 「純 SAS/SATA 組合」
- 第 206 頁 「純 NVMe 組合」
- 第 207 頁 「混合型組合」

附註：* 視配置而定，伺服器可能配備 **3.5 吋 BP4** 或 **ODD/磁帶機框架**。

1. 配備 3.5 吋 BP4 的伺服器型號沒有 ODD/磁帶機框架。
2. 配備 ODD/磁帶機框架的伺服器型號沒有 3.5 吋 BP4。

請參閱不同伺服器型號的 [第 19 頁「正面圖」](#)。

純 SAS/SATA 組合

表格 30. 3.5 吋硬碟的純 SAS/SATA 纜線佈線組合

BP1	BP12	BP123	BP1234 (無 ODD/磁帶機) *1	
(ODD/ 磁帶機) *2	(ODD/ 磁帶機) *2	(ODD/ 磁帶機) *2	SAS/ SATA	BP4 (或 ODD/磁帶 機框架)
		SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP3
	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP2
SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP1
<ul style="list-style-type: none"> 第 208 頁 「HW 8i/16i (BP1/BP12)」 第 209 頁 「SW RAID (BP1/BP12)」 		<ul style="list-style-type: none"> 第 210 頁 「HW 8i (BP123/BP1234)」 第 211 頁 「HW 16i (BP123/BP1234)」 第 212 頁 「CFF (BP123/BP1234)」 		

純 NVMe 組合

表格 31. 3.5 吋硬碟的純 NVMe 纜線佈線組合

BP4 (無 ODD/磁帶 機) *1	BP3	BP34 (無 ODD/磁帶 機) *1	BP23	BP234 (無 ODD/磁帶 機) *1	BP123	BP1234 (無 ODD/ 磁帶機) *1	
NVMe	(ODD/ 磁帶機) *2	NVMe	(ODD/ 磁帶機) *2	NVMe	(ODD/ 磁帶機) *2	NVMe	BP4 (或 ODD/ 磁帶 機框 架)
	NVMe	NVMe	NVMe	NVMe	NVMe	NVMe	BP3
			NVMe	NVMe	NVMe	NVMe	BP2
					NVMe	NVMe	BP1
<ul style="list-style-type: none"> 第 213 頁 「VROC (BP4/BP3/BP34)」 			<ul style="list-style-type: none"> 第 214 頁 「VROC (BP23/BP234)」 				

混合型組合

表格 32. 3.5 吋硬碟的混合式纜線佈線組合

BP124 (無 ODD/磁帶機) *1	BP123	BP124 (無 ODD/磁帶機) *1	BP123	BP1234 (無 ODD/磁帶機) *1	BP1234 (無 ODD/磁帶機) *1	BP1234 (無 ODD/磁帶機) *1		
NVMe	(ODD/磁帶機) *2	SAS/ SATA/ NVMe	(ODD/磁帶機) *2	NVMe	SAS/ SATA/ NVMe	NVMe	BP4 (或 ODD/磁帶機框架)	
	NVMe		SAS/ SATA/ NVMe	SAS/ SATA	SAS/ SATA	NVMe	BP3	
SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	NVMe	BP2	
SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP1	
<ul style="list-style-type: none"> 第 216 頁 「OBSW (BP12) ; VROC (BP4)」 第 217 頁 「OBSW (BP12) ; VROC (BP3)」 第 218 頁 「8i (BP12) ; VROC (BP3)」 第 219 頁 「8i (BP12) ; VROC (BP4)」 		<ul style="list-style-type: none"> 第 221 頁 「8i (BP124) ; VROC (BP4)」 第 220 頁 「8i (BP123) ; VROC (BP3)」 第 224 頁 「16i (BP124) ; VROC (BP4)」 第 223 頁 「16i (BP123) ; VROC (BP3)」 第 227 頁 「CFF (BP124) ; VROC (BP4)」 第 228 頁 「CFF (BP123) ; VROC (BP3)」 		<ul style="list-style-type: none"> 第 225 頁 「16i (BP123) ; VROC (BP4)」 第 226 頁 「16i (BP1234) ; VROC (BP4)」 第 229 頁 「CFF (BP123) ; VROC (BP4)」 第 230 頁 「CFF (BP1234) ; VROC (BP4)」 		<ul style="list-style-type: none"> 第 222 頁 「8i (BP1) ; VROC (BP234)」 		

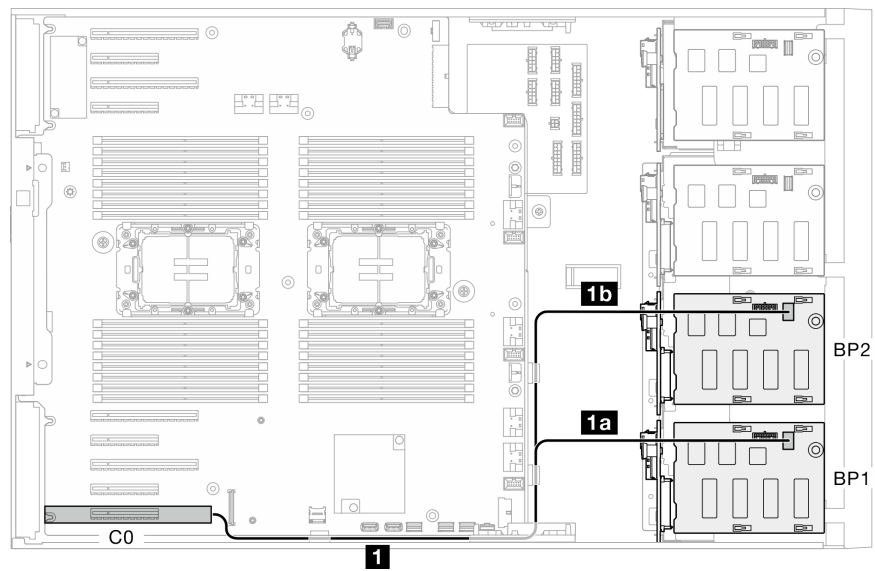
SAS/SATA 組合

請參閱本主題以找出與 SAS/SATA 背板的組合。

BP1/BP12

HW 8i/16i (BP1/BP12)

表格 33. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 8i/16i (BP1/BP12)



從	到	背板
1 C0 C1 , HW RAID 8i/16i	1b NA (包含在纜線夾中) 1a SAS/SATA , BP1	(空) (空) (空) BP1 : SAS/SATA
1 C0 C1 , HW RAID 8i/16i	1b SAS/SATA , BP2 1a SAS/SATA , BP1	(空) (空) BP2 : SAS/SATA

		BP1 : SAS/SATA
--	--	----------------

SW RAID (BP1/BP12)

表格 34. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 機載 SW RAID (BP1/BP12)

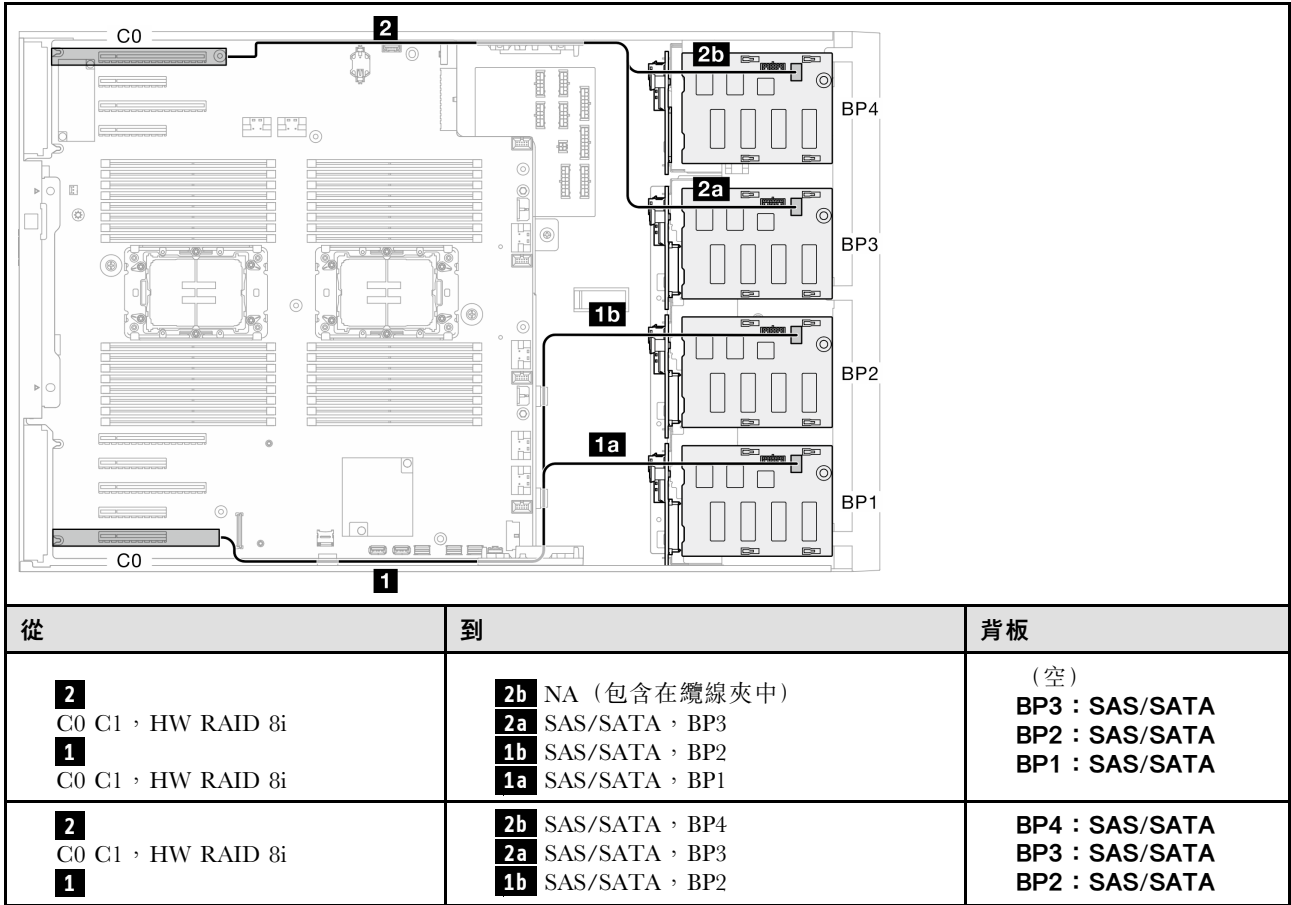
從	到	背板
2 不適用 1 SATA 0-3, 主機板	2 不適用 1 SAS/SATA, BP1	(空) (空) (空) BP1 : SAS/SATA
2 SATA 4-7, 主機板 1 SATA 0-3, 主機板	2 SAS/SATA, BP2 1 SAS/SATA, BP1	(空) (空) BP2 : SAS/SATA

	BP1 : SAS/SATA
--	----------------

BP123/BP1234

HW 8i (BP123/BP1234)

表格 35. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 8i (BP123/BP1234)



C0 C1 , HW RAID 8i	1a SAS/SATA , BP1	BP1 : SAS/SATA
--------------------	--------------------------	-----------------------

HW 16i (BP123/BP1234)

表格 36. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 16i (BP123/BP1234)

從	到	背板
2 C2 C3 , HW RAID 16i 1 C0 C1 , HW RAID 16i	2b NA (包含在纜線夾中) 2a SAS/SATA , BP3 1b SAS/SATA , BP2 1a SAS/SATA , BP1	(空) BP3 : SAS/SATA BP2 : SAS/SATA BP1 : SAS/SATA
2 C2 C3 , HW RAID 16i 1 C0 C1 , HW RAID 16i	2b SAS/SATA , BP4 2a SAS/SATA , BP3 1b SAS/SATA , BP2 1a SAS/SATA , BP1	BP4 : SAS/SATA BP3 : SAS/SATA BP2 : SAS/SATA BP1 : SAS/SATA

CFF (BP123/BP1234)

表格 37. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 內部 CFF RAID (BP123/BP1234)

從	到	背板
<p>6 信號接頭，CFF</p> <p>5 電源接頭，CFF</p> <p>4 不適用</p> <p>3 C2，CFF RAID</p> <p>2 C1，CFF RAID</p> <p>1 C0，CFF RAID</p>	<p>6a PCIe 3 或 6b PCIe 2，主機板 (6b 不適用於 440-16i)</p> <p>5 CFF 電源接頭，主機板</p> <p>4 不適用</p> <p>3 SAS/SATA，BP3</p> <p>2 SAS/SATA，BP2</p> <p>1 SAS/SATA，BP1</p>	<p>(空)</p> <p>BP3 : SAS/SATA</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>
<p>6 信號接頭，CFF</p> <p>5 電源接頭，CFF</p> <p>4 C3，CFF RAID</p> <p>3 C2，CFF RAID</p> <p>2 C1，CFF RAID</p> <p>1 C0，CFF RAID</p>	<p>6a PCIe 3 或 6b PCIe 2，主機板 (6b 不適用於 440-16i)</p> <p>5 CFF 電源接頭，主機板</p> <p>4 SAS/SATA，BP4</p> <p>3 SAS/SATA，BP3</p> <p>2 SAS/SATA，BP2</p> <p>1 SAS/SATA，BP1</p>	<p>BP4 : SAS/SATA</p> <p>BP3 : SAS/SATA</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>

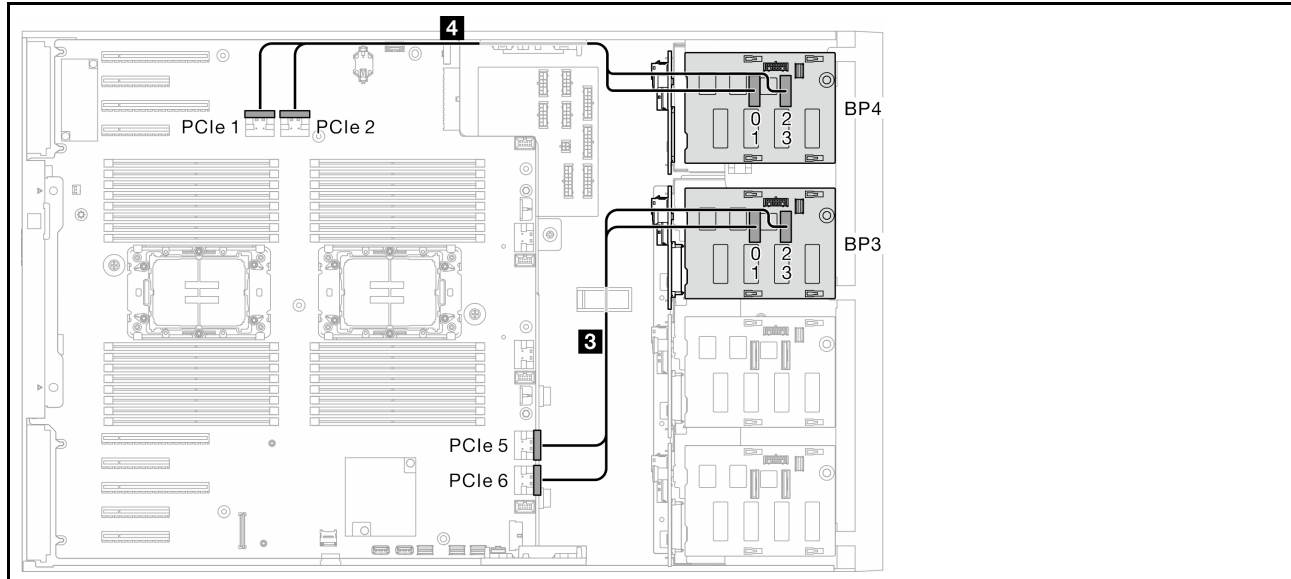
純 NVMe 組合

請參閱本主題以找出與 NVMe 硬碟背板的組合。

BP4/BP3/BP34

VROC (BP4/BP3/BP34)

表格 38. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - VROC (BP4/BP3/BP34)

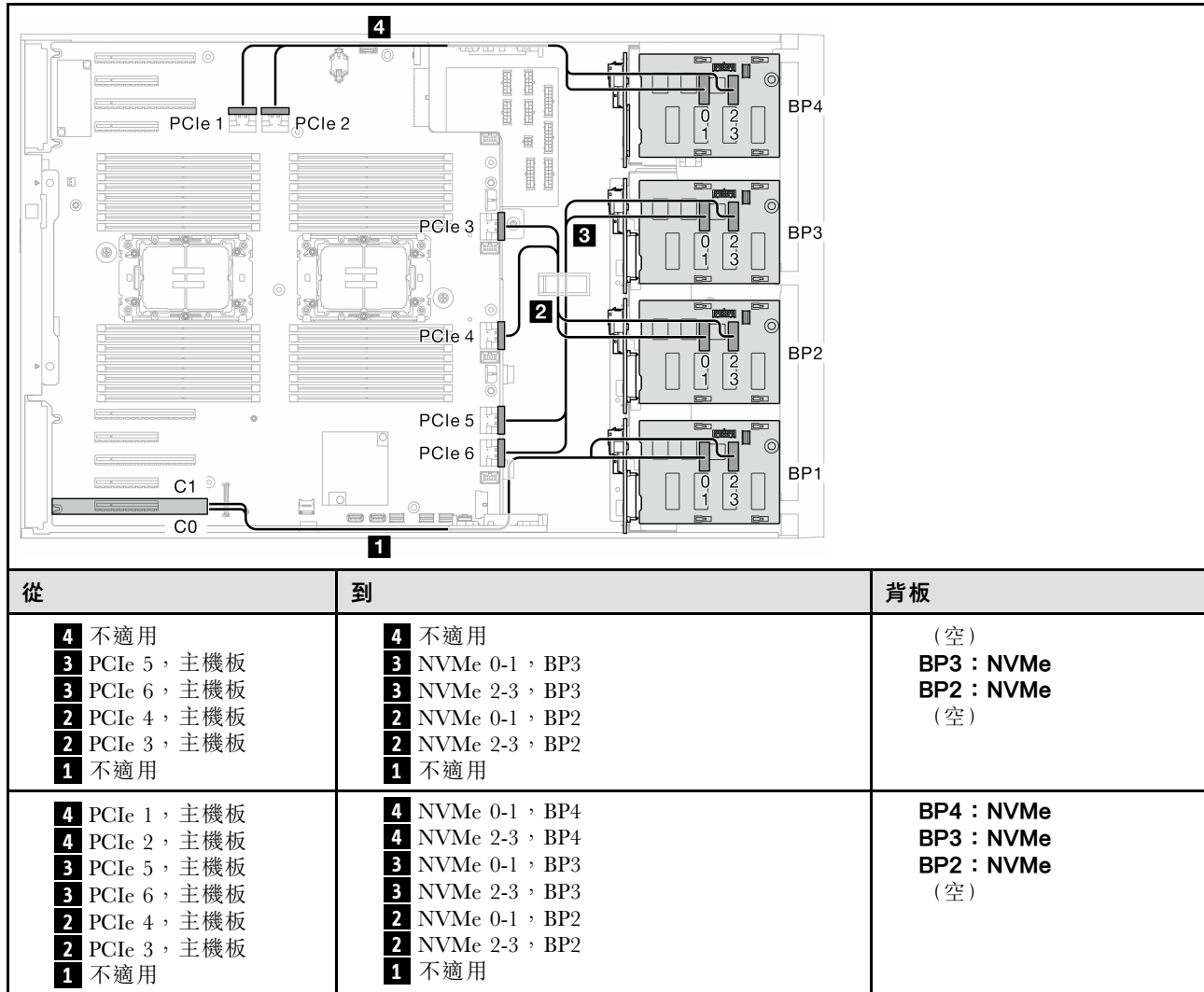


從	到	背板
<ul style="list-style-type: none"> 4 PCIe 1, 主機板 4 PCIe 2, 主機板 3 不適用 	<ul style="list-style-type: none"> 4 NVMe 0-1, BP4 4 NVMe 2-3, BP4 3 不適用 	BP4 : NVMe (空) (空) (空)
<ul style="list-style-type: none"> 4 不適用 3 PCIe 5, 主機板 3 PCIe 6, 主機板 	<ul style="list-style-type: none"> 4 不適用 3 NVMe 0-1, BP3 3 NVMe 2-3, BP3 	(空) BP3 : NVMe (空) (空)
<ul style="list-style-type: none"> 4 PCIe 1, 主機板 4 PCIe 2, 主機板 3 PCIe 5, 主機板 3 PCIe 6, 主機板 	<ul style="list-style-type: none"> 4 NVMe 0-1, BP4 4 NVMe 2-3, BP4 3 NVMe 0-1, BP3 3 NVMe 2-3, BP3 	BP4 : NVMe BP3 : NVMe (空) (空)

BP23/BP234/BP123/BP1234

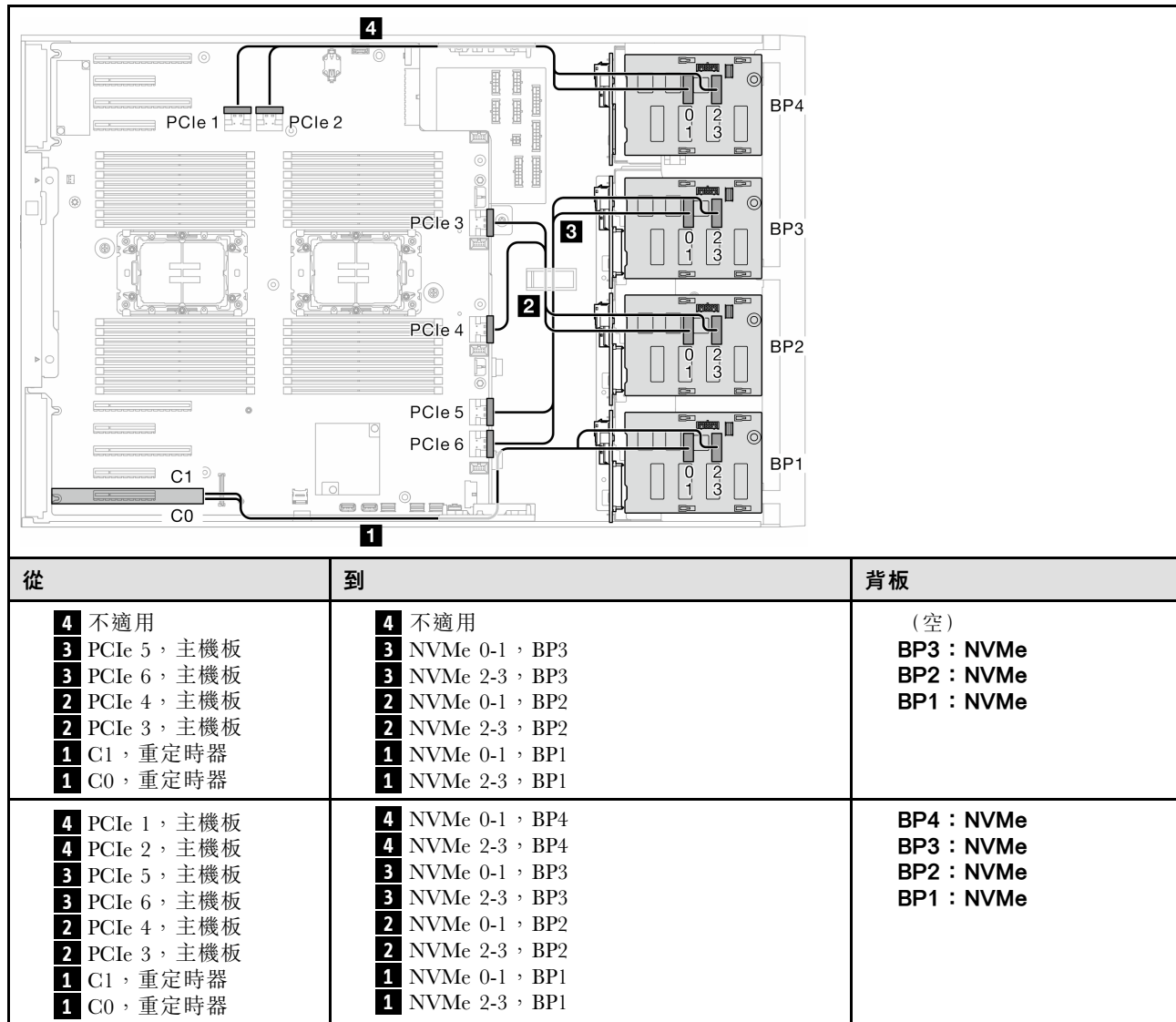
VROC (BP23/BP234)

表格 39. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - VROC (BP23/BP234)



VROC (BP123/BP1234)

表格 40. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - VROC (BP123/BP1234)



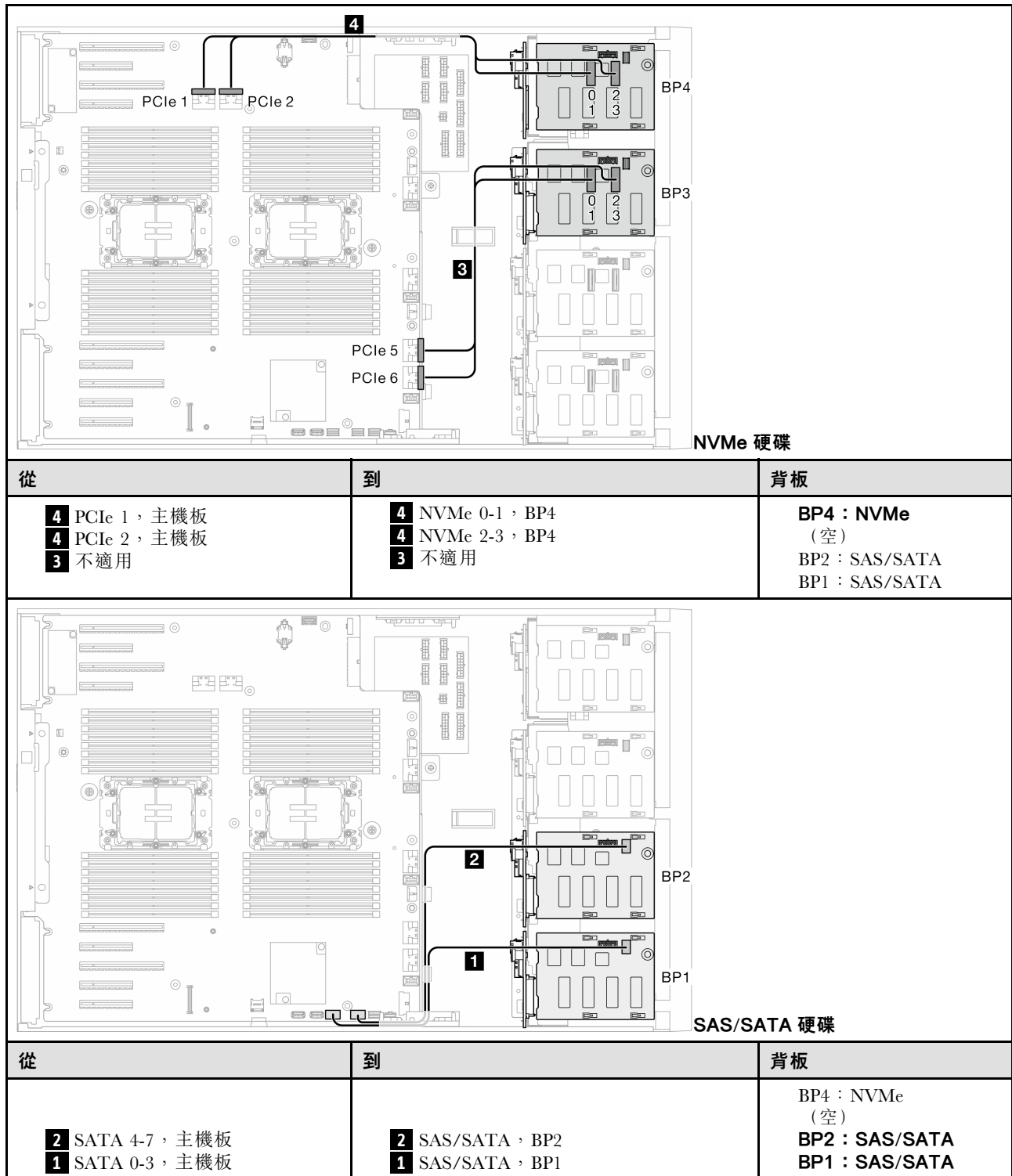
混合型組合

請參閱本主題以找出與 SAS/SATA 和 AnyBay 背板的組合。

機載 SW RAID 和 VROC 組合

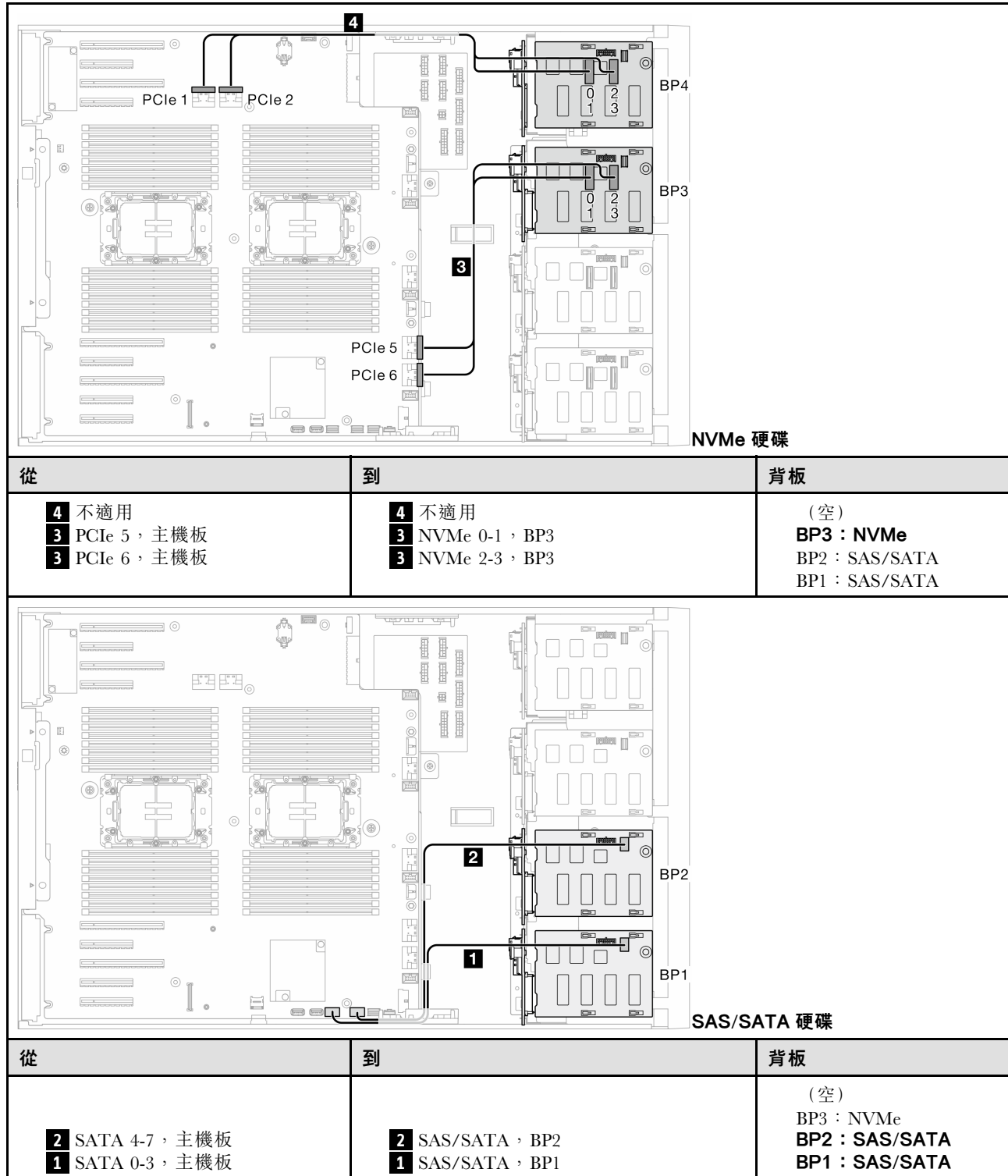
OBSW (BP12) ; VROC (BP4)

表格 41. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - OBSW (BP12) ; VROC (BP4)



OBSW (BP12) ; VROC (BP3)

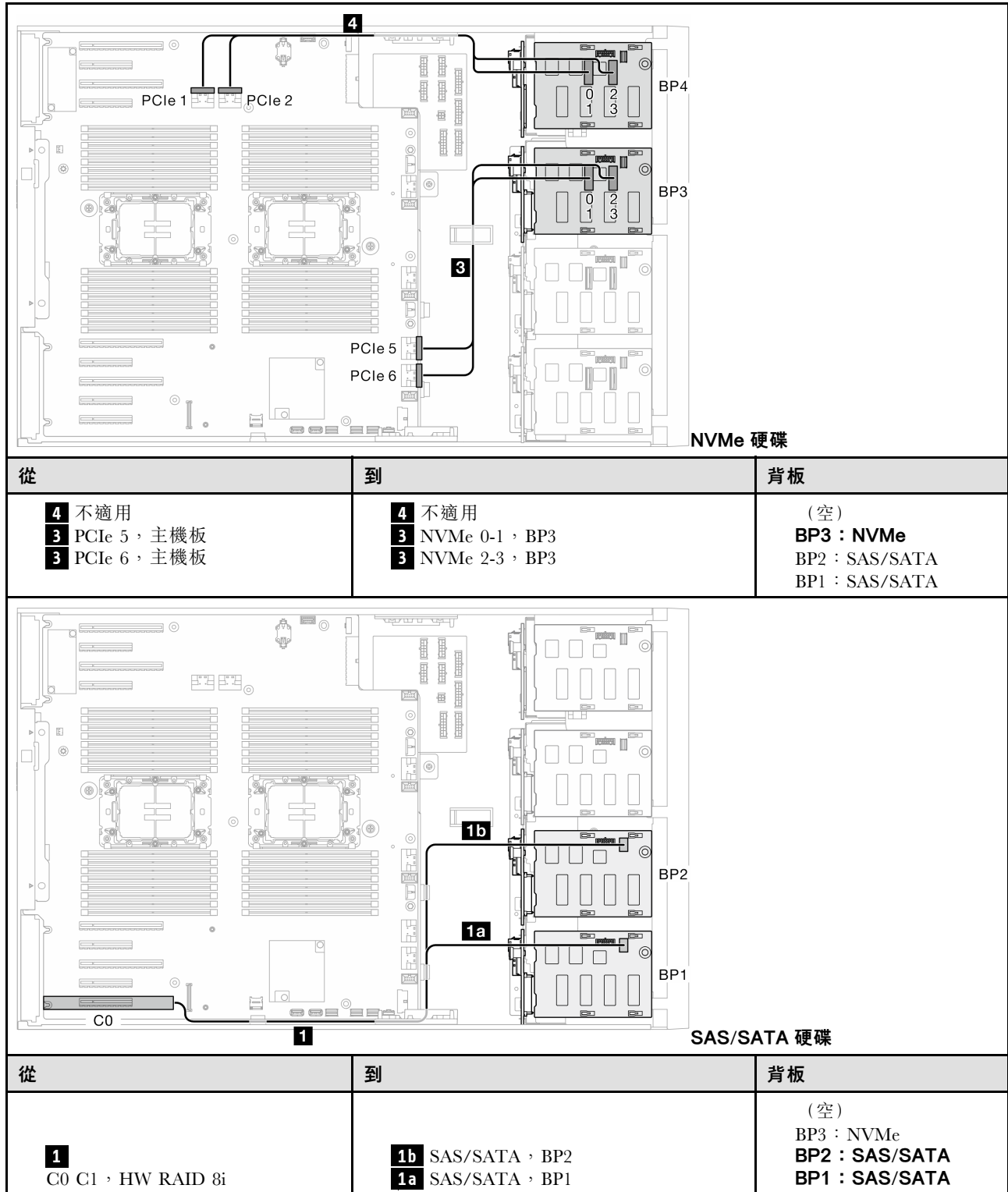
表格 42. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - OBSW (BP12) ; VROC (BP3)



8i 和 VROC 組合

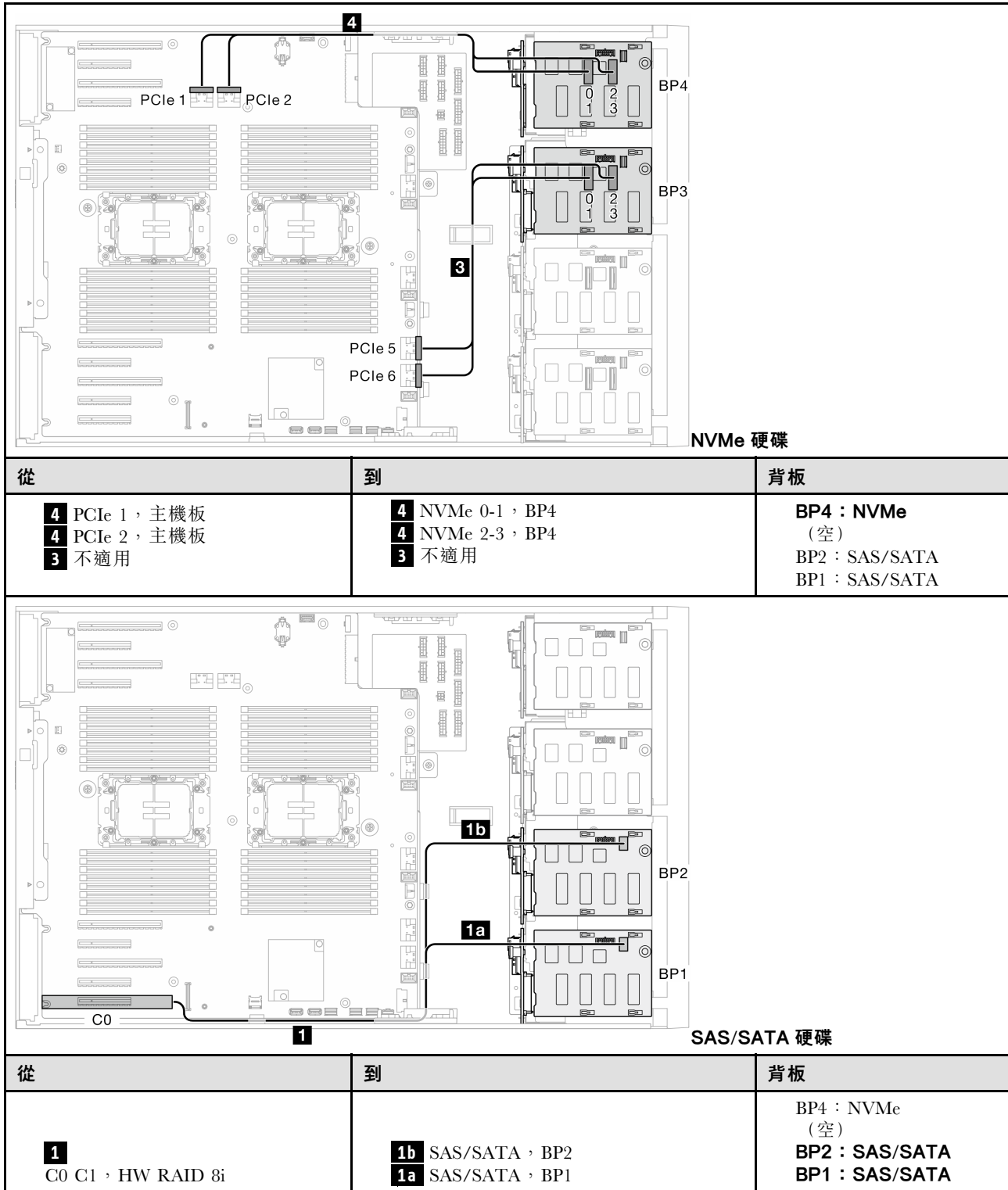
8i (BP12) ; VROC (BP3)

表格 43. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP12) ; VROC (BP3)



8i (BP12) ; VROC (BP4)

表格 44. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP12) ; VROC (BP4)



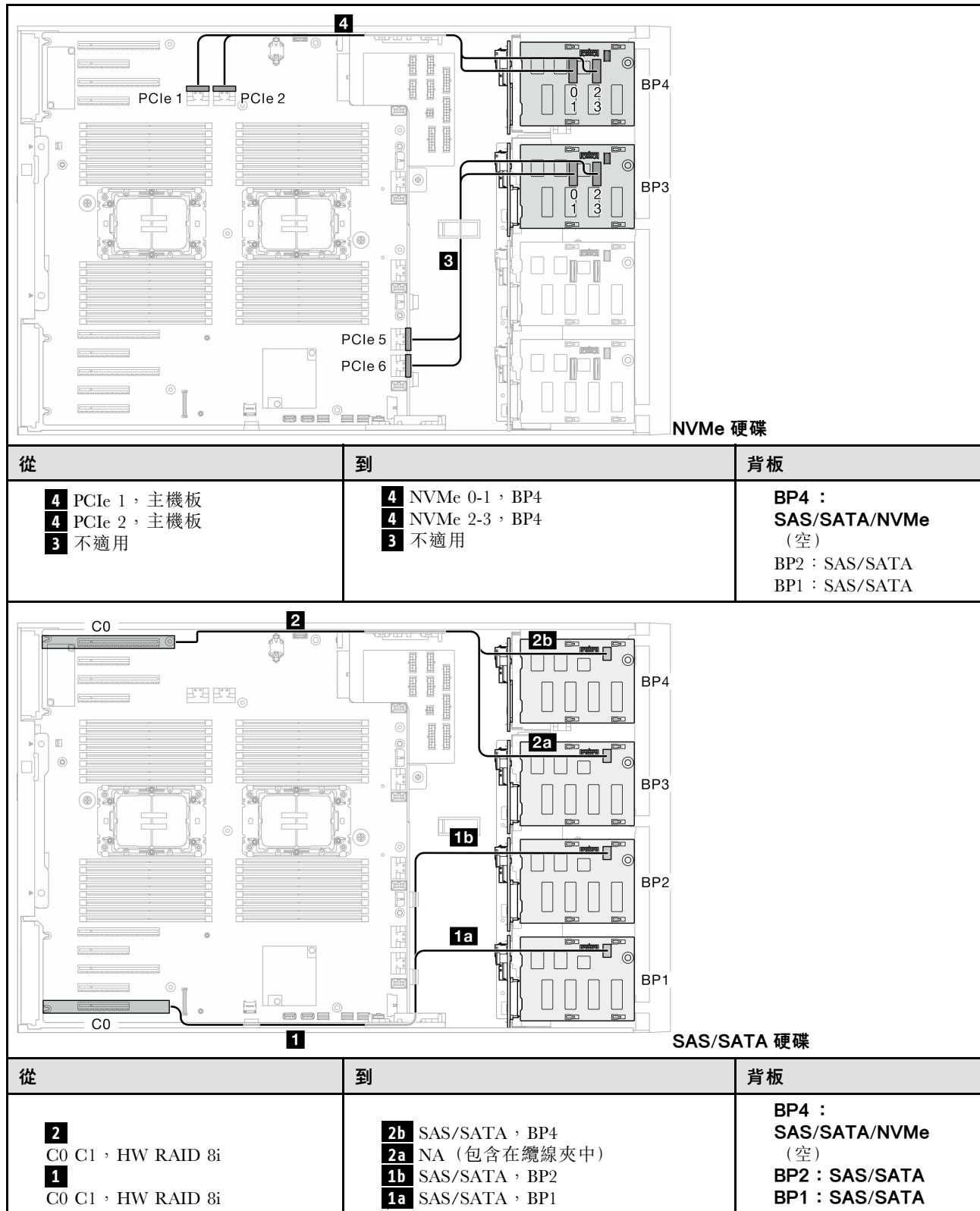
8i (BP123) ; VROC (BP3)

表格 45. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP123) ; VROC (BP3)

從	到	背板
<p>4 不適用</p> <p>3 PCIe 5, 主機板</p> <p>3 PCIe 6, 主機板</p>	<p>4 不適用</p> <p>3 NVMe 0-1, BP3</p> <p>3 NVMe 2-3, BP3</p>	<p>(空)</p> <p>BP3 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>
從	到	背板
<p>2 C0 C1, HW RAID 8i</p> <p>1 C0 C1, HW RAID 8i</p>	<p>2b NA (包含在纜線夾中)</p> <p>2a SAS/SATA, BP3</p> <p>1b SAS/SATA, BP2</p> <p>1a SAS/SATA, BP1</p>	<p>(空)</p> <p>BP3 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>

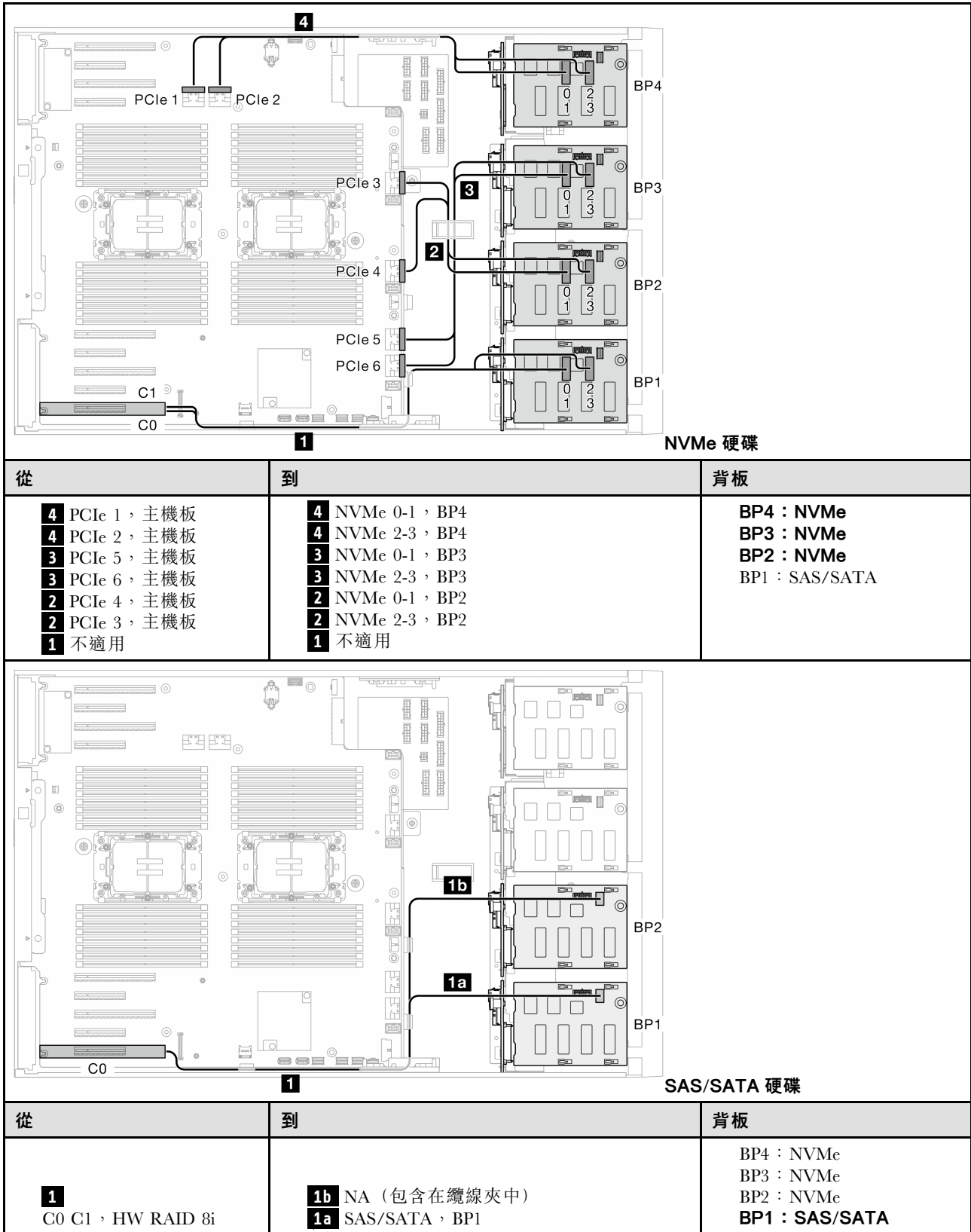
8i (BP124) ; VROC (BP4)

表格 46. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP124) ; VROC (BP4)



8i (BP1) ; VROC (BP234)

表格 47. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP1) ; VROC (BP234)



16i 和 VROC 組合

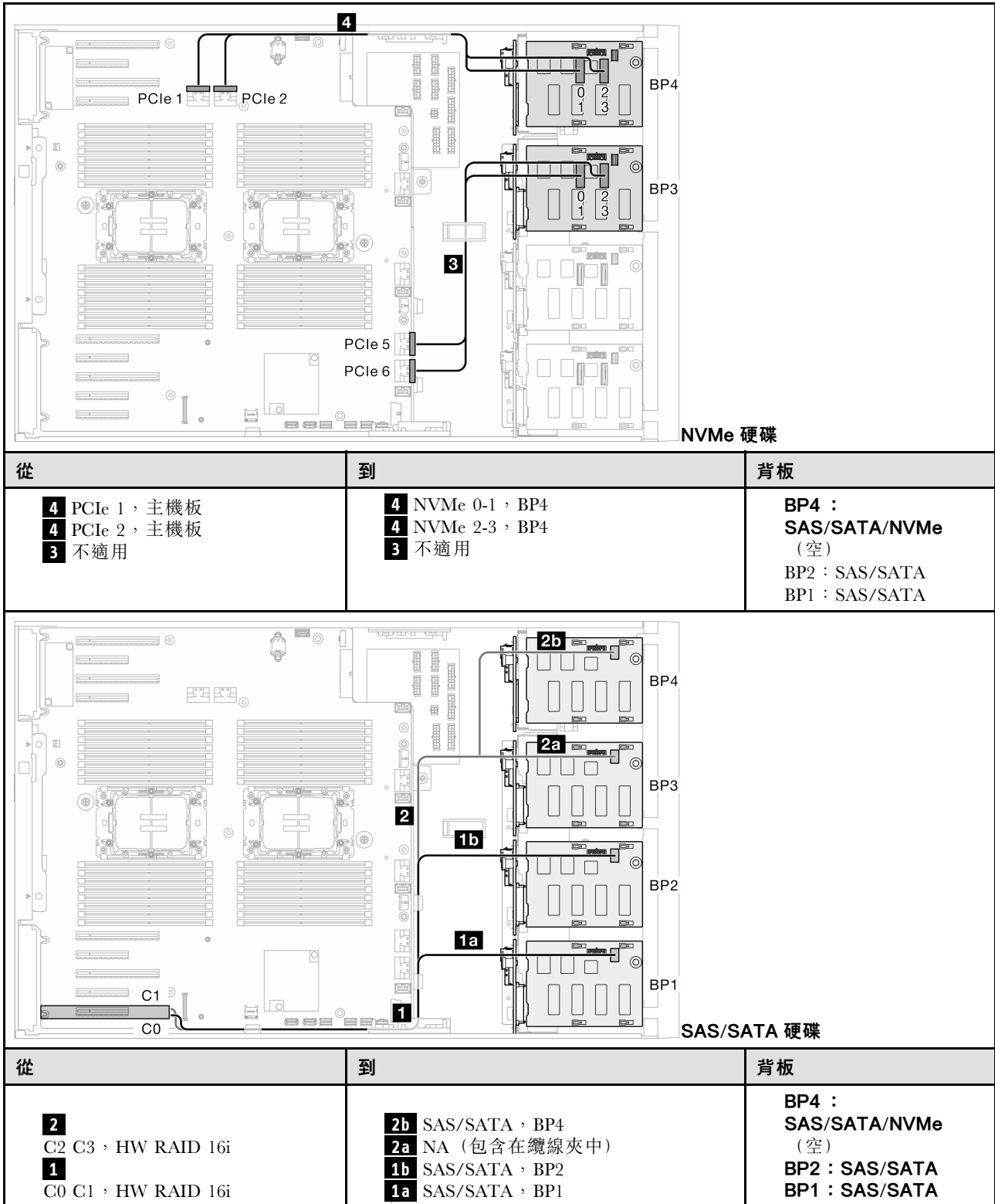
16i (BP123) ; VROC (BP3)

表格 48. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP123) ; VROC (BP3)

<p style="text-align: right;">NVMe 硬碟</p>		
從	到	背板
<p>4 不適用</p> <p>3 PCIe 5, 主機板</p> <p>3 PCIe 6, 主機板</p>	<p>4 不適用</p> <p>3 NVMe 0-1, BP3</p> <p>3 NVMe 2-3, BP3</p>	<p>(空)</p> <p>BP3 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>
<p style="text-align: right;">SAS/SATA 硬碟</p>		
從	到	背板
<p>2 C2 C3, HW RAID 16i</p> <p>1 C0 C1, HW RAID 16i</p>	<p>2b NA (包含在纜線夾中)</p> <p>2a SAS/SATA, BP3</p> <p>1b SAS/SATA, BP2</p> <p>1a SAS/SATA, BP1</p>	<p>(空)</p> <p>BP3 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>

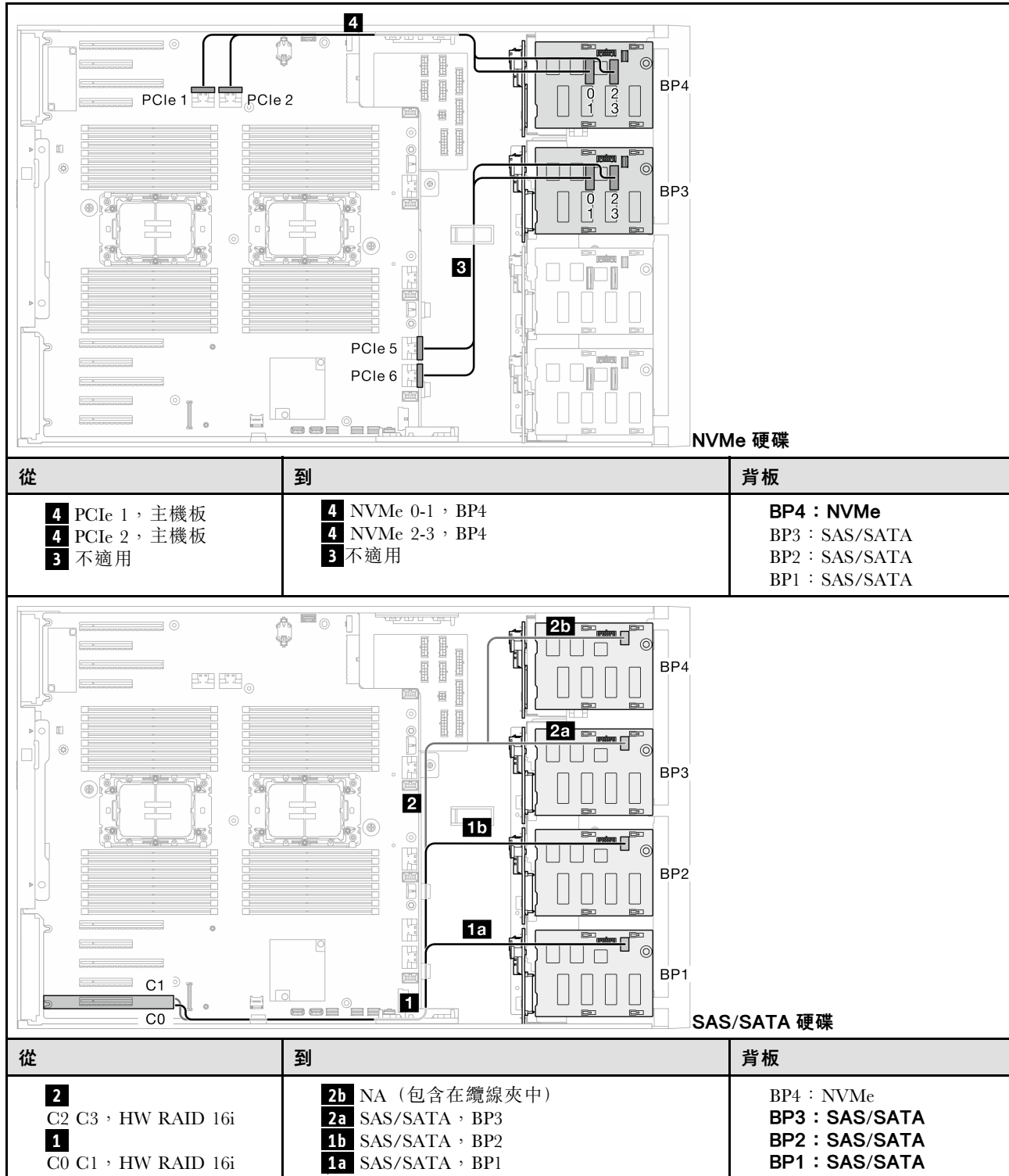
16i (BP124) ; VROC (BP4)

表格 49. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP124) ; VROC (BP4)



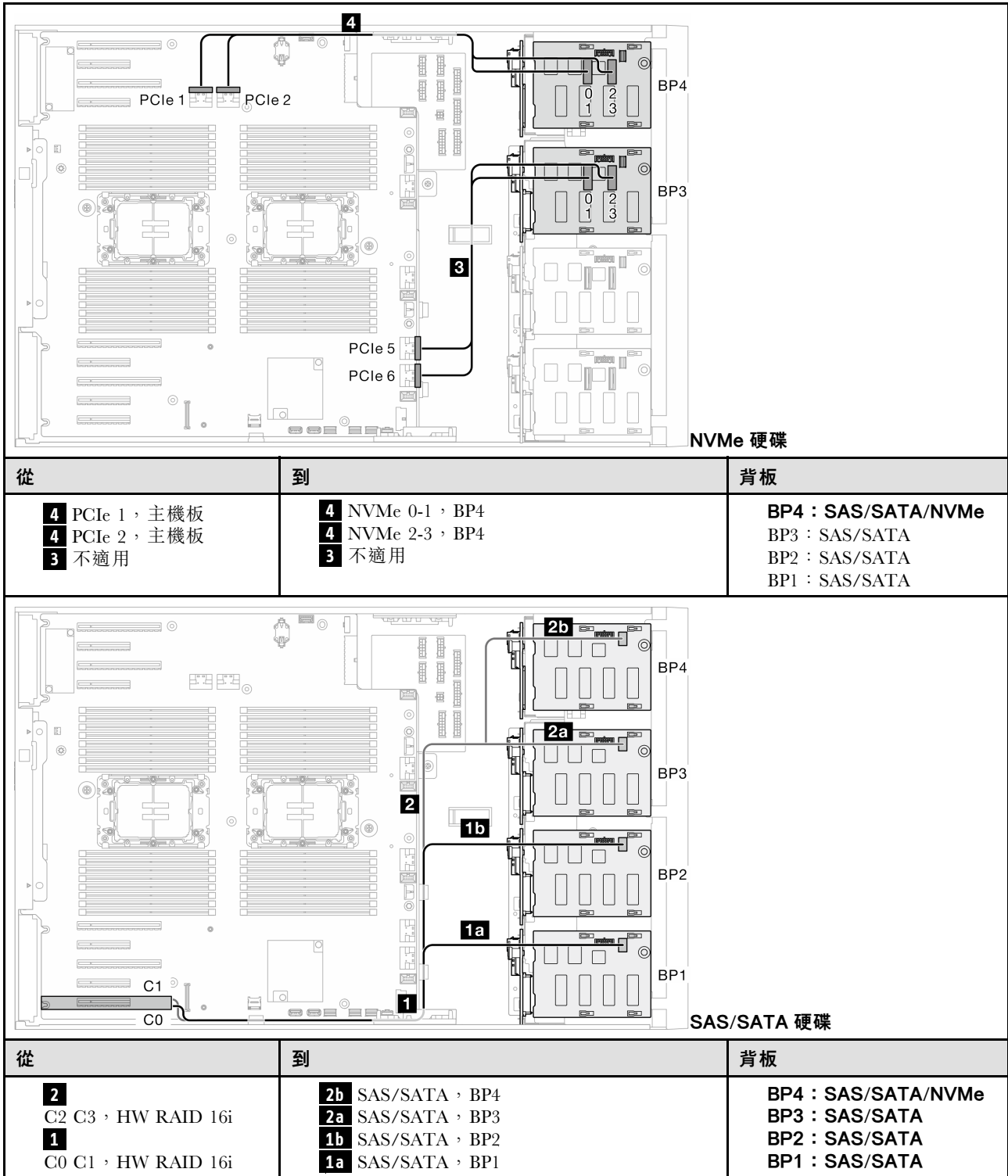
16i (BP123) ; VROC (BP4)

表格 50. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP123) ; VROC (BP4)



16i (BP1234) ; VROC (BP4)

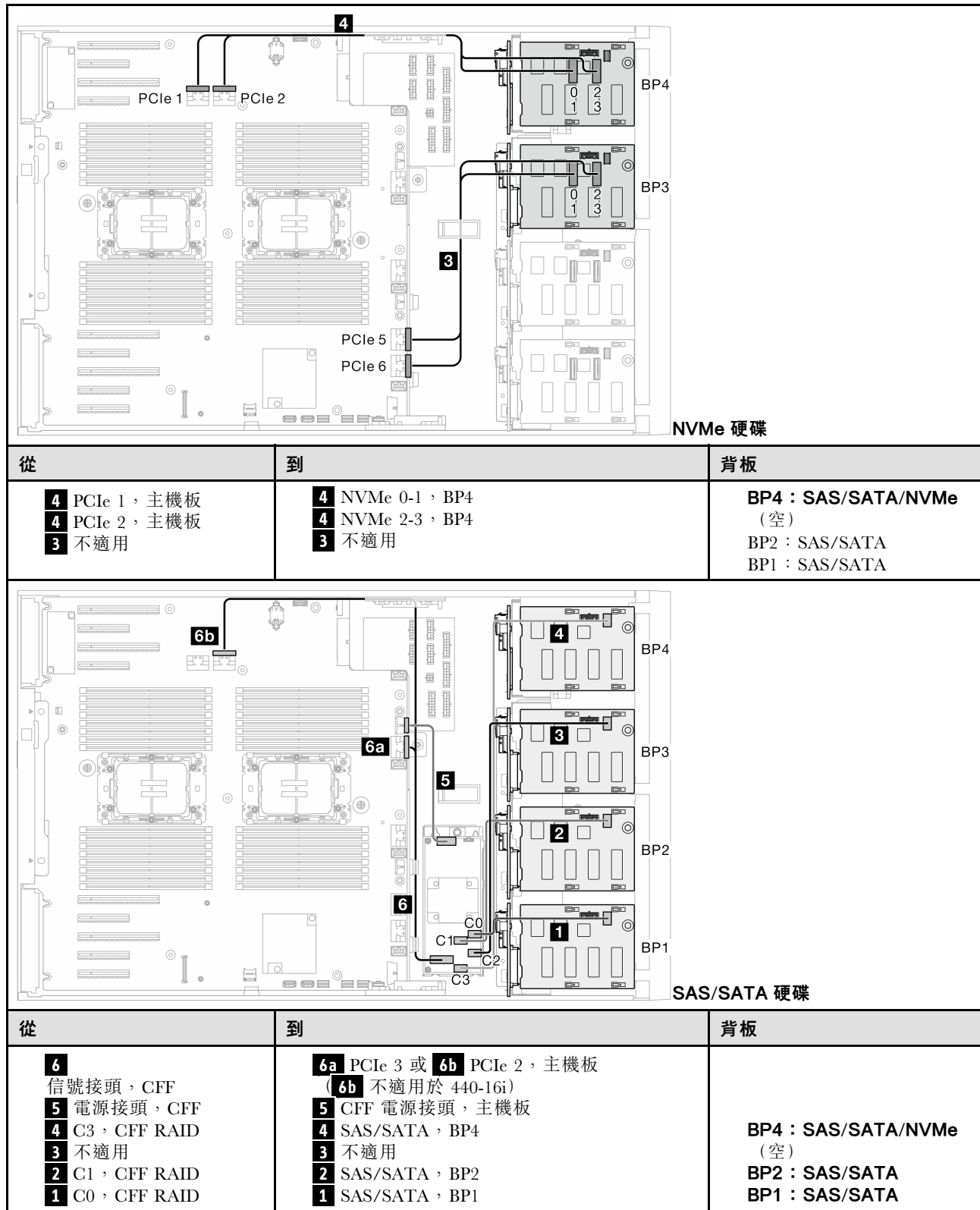
表格 51. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP1234) ; VROC (BP4)



內部 CFF 和 VROC 組合

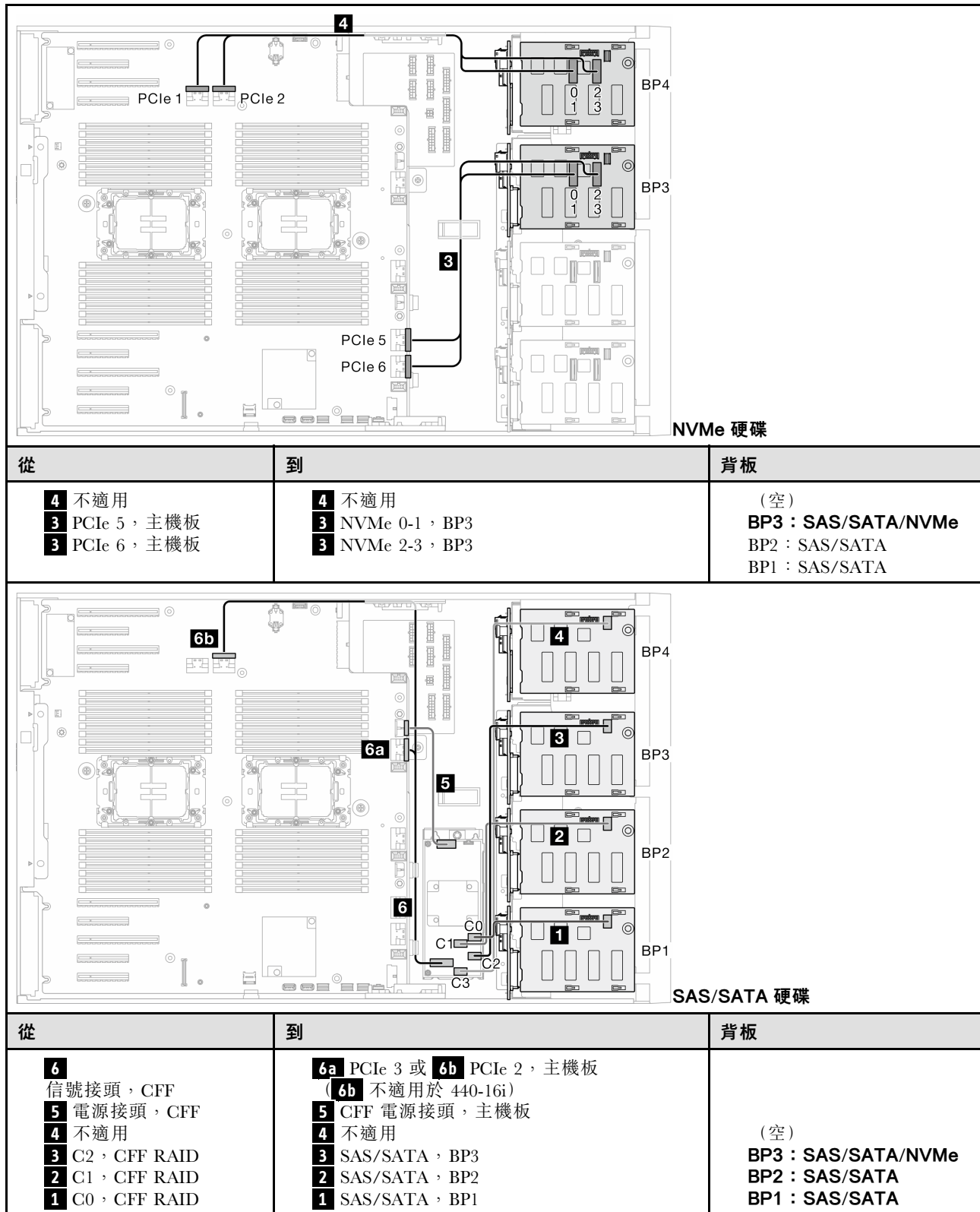
CFF (BP124) ; VROC (BP4)

表格 52. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - CFF (BP124) ; VROC (BP4)



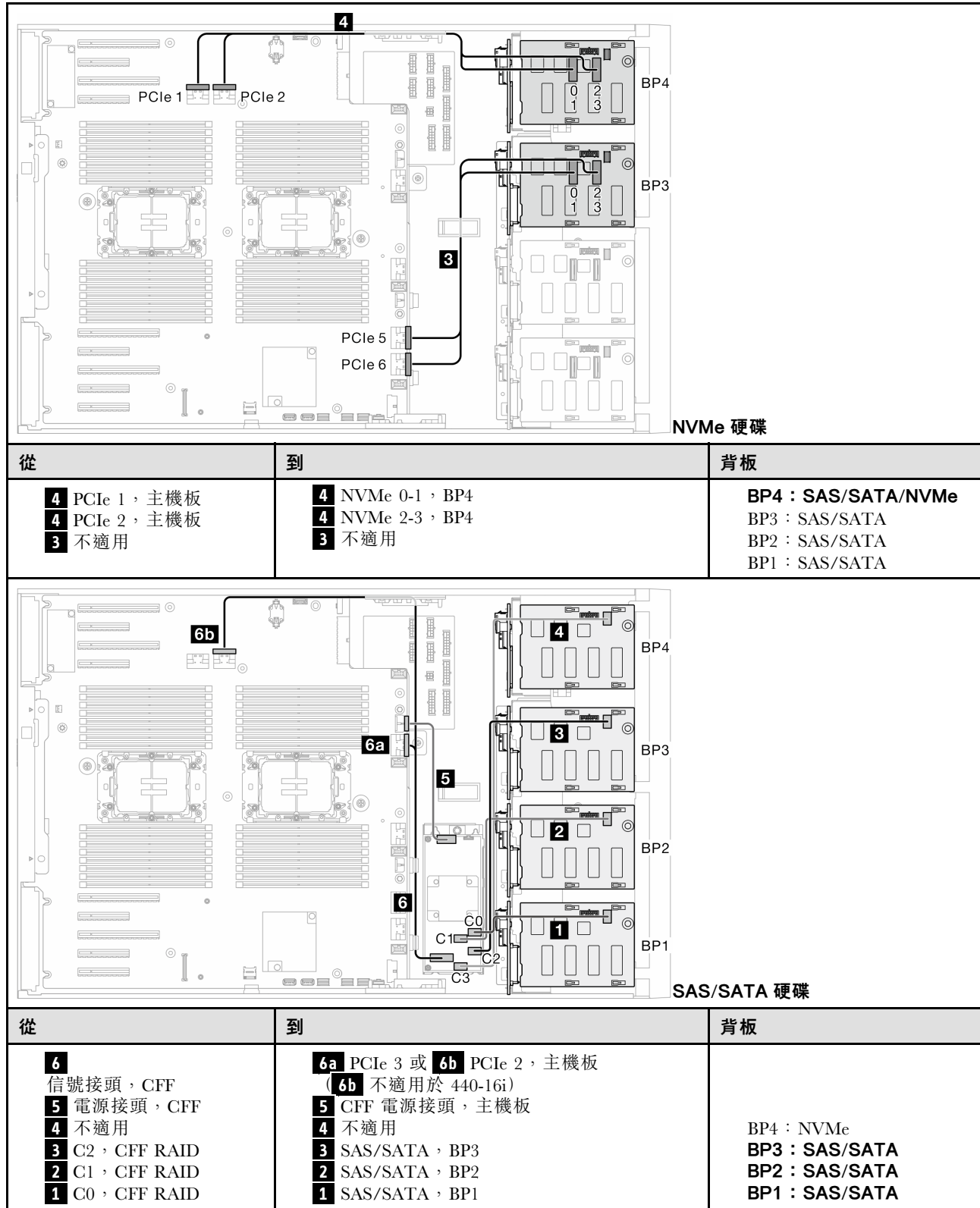
CFF (BP123) ; VROC (BP3)

表格 53. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - CFF (BP123) ; VROC (BP3)



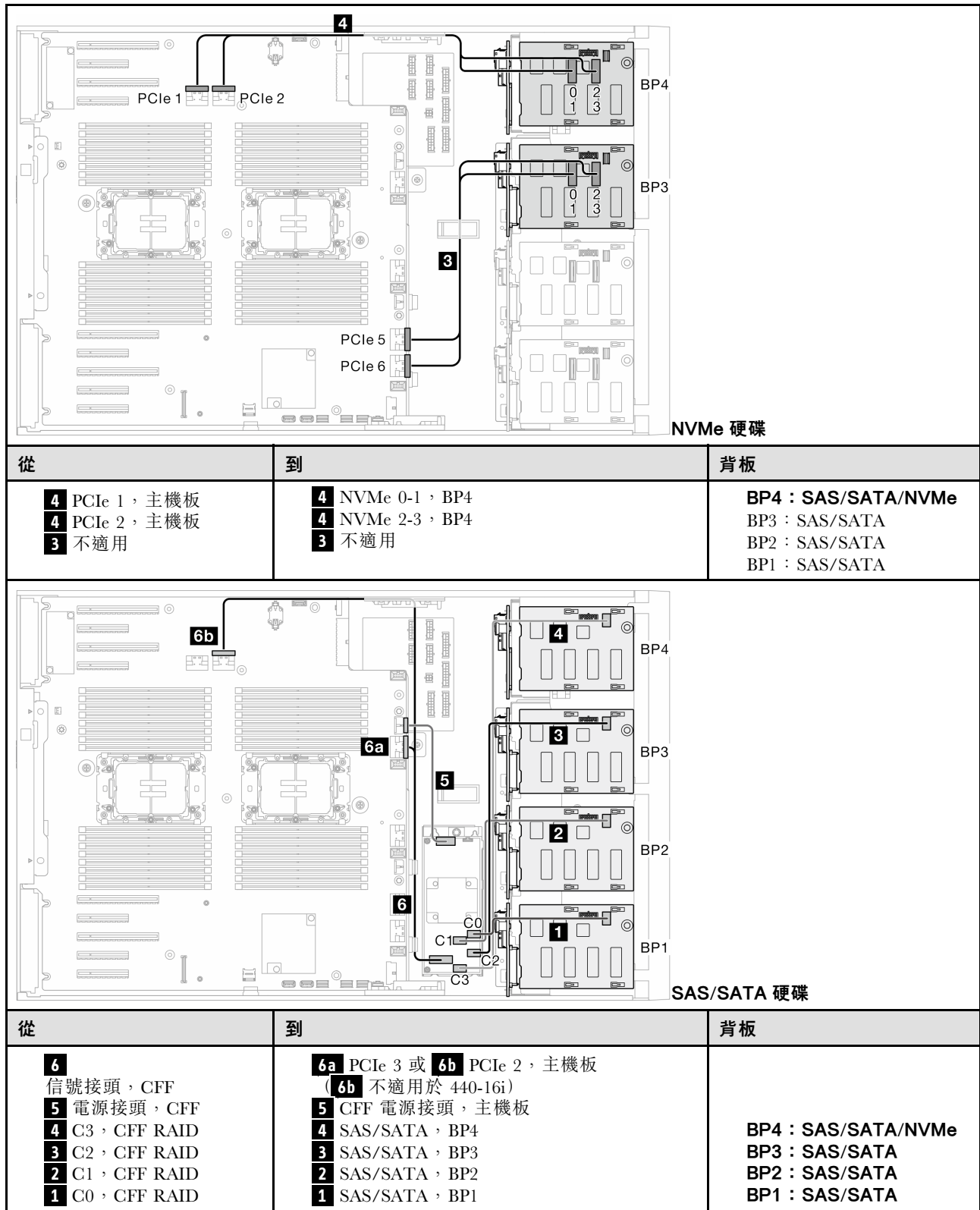
CFF (BP123) ; VROC (BP4)

表格 54. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - CFF (BP123) ; VROC (BP4)



CFF (BP1234) ; VROC (BP4)

表格 55. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - CFF (BP1234) ; VROC (BP4)



2.5 吋硬碟纜線佈線

請參閱本主題以瞭解如何為配備 2.5 吋硬碟背板的伺服器型號進行纜線佈線。

為與系統中安裝的背板對應的電源線完成下列佈線。

表格 56. 電源線佈線 - 2.5 吋硬碟背板

	從（背板）到電源配送板		長度
	4 BP4	BP4 電源接頭	
3 BP3	BP3 電源接頭		
2 BP2	BP2 電源接頭		
1 BP1	BP1 電源接頭	455 公釐	

然後，查看與系統配置對應的組合表：

- [第 232 頁「純 SAS/SATA 組合」](#)
- [第 232 頁「純 NVMe 組合」](#)
- [第 233 頁「混合型組合」](#)

附註：視型號而定，伺服器支援最多三個 2.5 吋 NVMe 背板。

純 SAS/SATA 組合

表格 57. 2.5 吋硬碟的純 SAS/SATA 纜線佈線組合

BP1	BP12	BP123	BP1234	
			SAS/ SATA	BP4
		SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP3
	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP2
SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP1
<ul style="list-style-type: none"> • 第 234 頁 「SW RAID (BP1)」 • 第 235 頁 「HW 8i/16i (BP1)」 • 第 235 頁 「HW 8i ; 8i (BP12)」 • 第 236 頁 「HW 16i (BP12)」 • 第 237 頁 「CFE (BP1/BP12)」 		<ul style="list-style-type: none"> • 第 238 頁 「HW 8i ; 8i ; 8i (BP123)」 • 第 239 頁 「HW 16i ; 16i (BP1234)」 • 第 240 頁 「HW 16i ; 8i ; 8i (BP123/BP1234)」 • 第 241 頁 「HW RAID 32i (BP123/BP1234)」 • 第 241 頁 「HW 16i ; CFE (BP1234)」 		

純 NVMe 組合

表格 58. 2.5 吋硬碟的純 NVMe 纜線佈線組合

BP4	BP34	BP234	
NVMe	NVMe	NVMe	BP4
	NVMe	NVMe	BP3
		NVMe	BP2
			BP1
• 第 243 頁 「VROC (BP4)」	• 第 244 頁 「VROC (BP34)」	• 第 245 頁 「VROC (BP234)」	

混合型組合

表格 59. 2.5 吋硬碟的混合式纜線佈線組合

BP4	BP34	BP14	BP234	BP124	BP1234	
SAS/ SATA/ NVMe	NVMe	SAS/ SATA/ NVMe	NVMe	SAS/ SATA/ NVMe	SAS/ SATA/ NVMe	BP4
	SAS/ SATA/ NVMe		NVMe		SAS/ SATA	BP3
			SAS/ SATA/ NVMe	SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP2
		SAS/ SATA		SAS/ SATA	SAS/ SATA	BP1
<ul style="list-style-type: none"> 第 246 頁「8i (BP4) ; VROC (BP4)」 	<ul style="list-style-type: none"> 第 247 頁「8i (BP3) ; VROC (BP34)」 	<ul style="list-style-type: none"> 第 248 頁「8i (BP1) ; 8i (BP4) ; VROC (BP4)」 第 249 頁「16i (BP14) ; VROC (BP4)」 	<ul style="list-style-type: none"> 第 250 頁「8i (BP2) ; VROC (BP234)」 	<ul style="list-style-type: none"> 第 251 頁「16i (BP12) ; 8i (BP4) ; VROC (BP4)」 第 251 頁「8i (BP124) ; VROC (BP4)」 第 253 頁「32i (BP124) ; VROC (BP4)」 	<ul style="list-style-type: none"> 第 254 頁「16i (BP12) ; 8i (BP34) ; VROC (BP4)」 第 255 頁「16i (BP12) ; 16i (BP34) ; VROC (BP4)」 第 256 頁「32i (BP1234) ; VROC (BP4)」 第 257 頁「16i (BP12) ; CFF (BP34) ; VROC (BP4)」 	

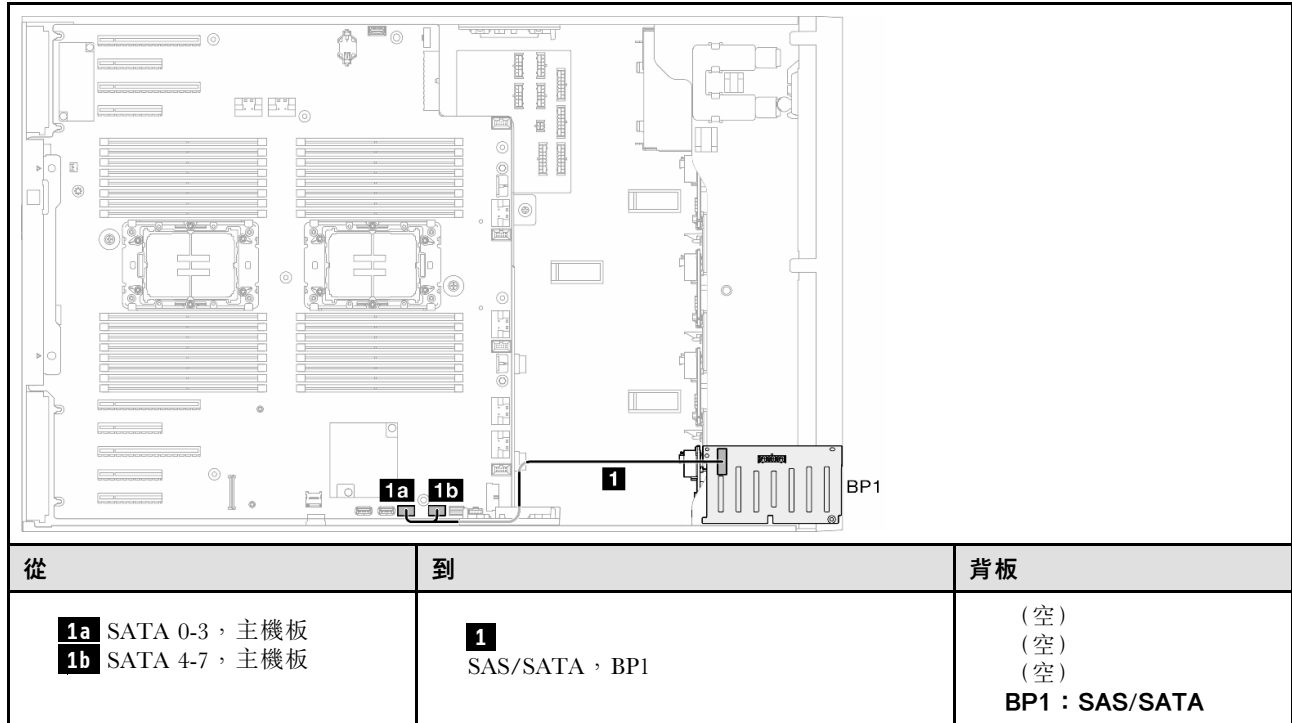
SAS/SATA 組合

請參閱本主題以找出與 SAS/SATA 背板的組合。

BP1/BP12

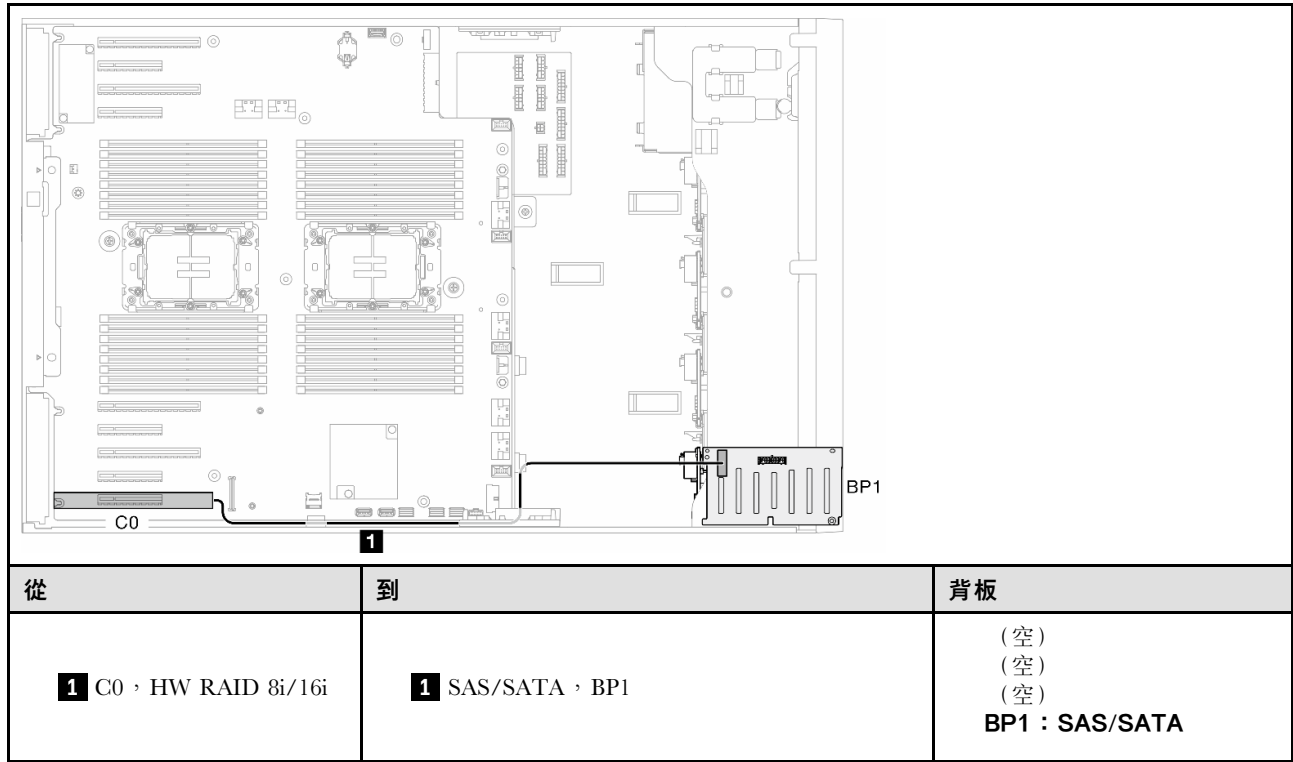
SW RAID (BP1)

表格 60. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 機載 SW RAID (BP1)



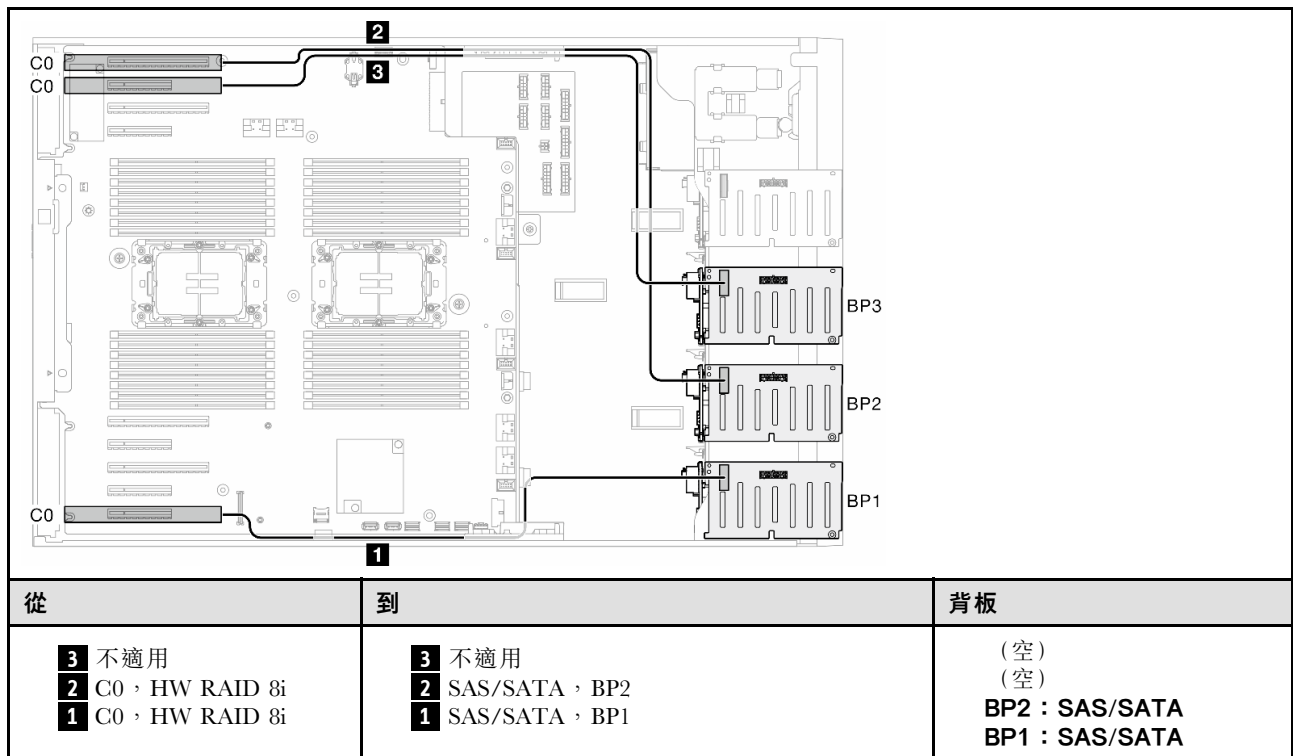
HW 8i/16i (BP1)

表格 61. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 8i/16i (BP1)



HW 8i ; 8i (BP12)

表格 62. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 8i ; 8i (BP12)



表格 62. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 8i ; 8i (BP12) (繼續)

--	--	--

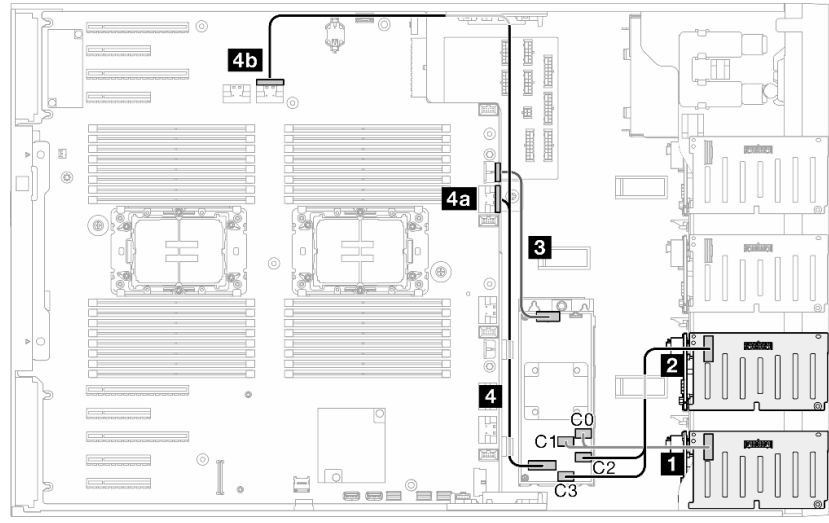
HW 16i (BP12)

表格 63. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 16i (BP12)

從	到	背板
<p>4 3 不適用</p> <p>2 C1 , HW RAID 16i</p> <p>1 C0 , HW RAID 16i</p>	<p>4 3 不適用</p> <p>2 SAS/SATA , BP2</p> <p>1 SAS/SATA , BP1</p>	<p>(空)</p> <p>(空)</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>

CFF (BP1/BP12)

表格 64. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 內部 CFF RAID (BP1/BP12)

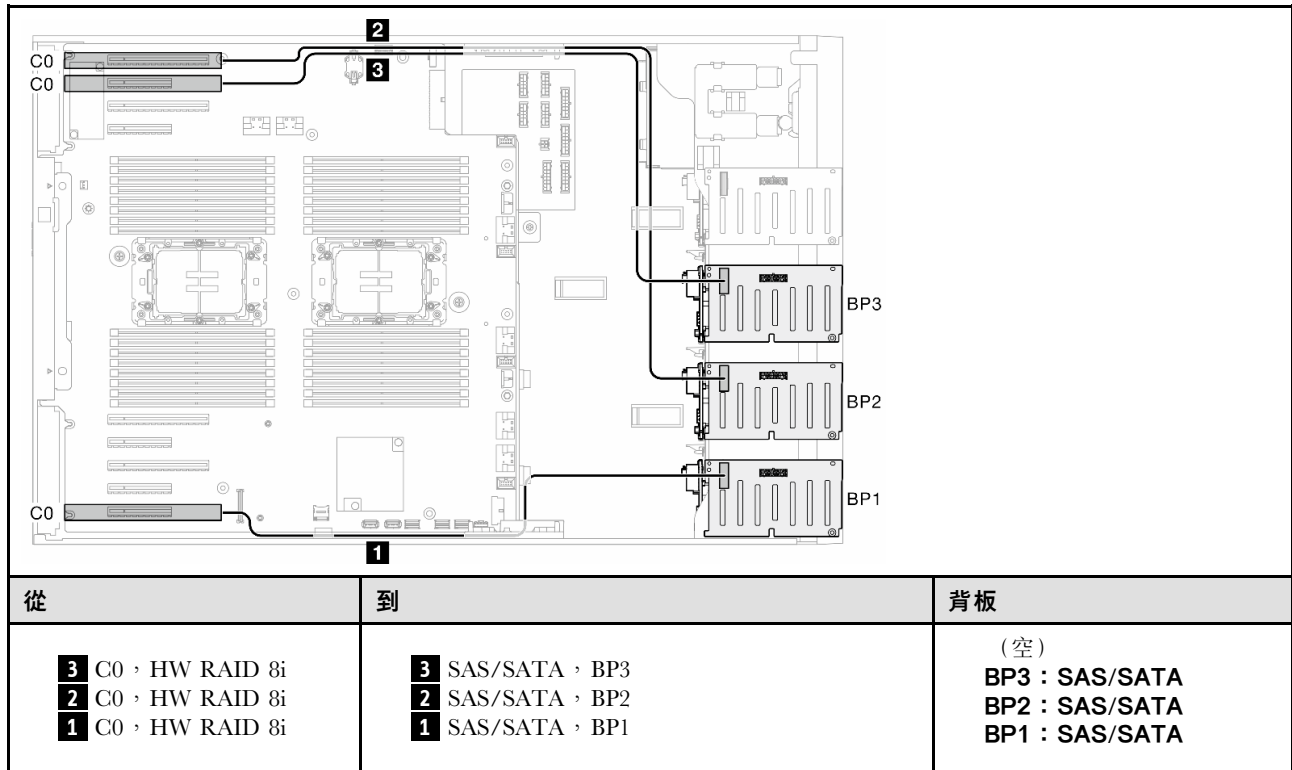


從	到	背板
4 信號接頭，CFF 3 電源接頭，CFF 2 不適用 1 C0 和 C1，CFF RAID	4a PCIe 3 或 4b PCIe 2，主機板 (4b 不適用於 440-16i) 3 CFF 電源接頭，主機板 2 不適用 1 SAS/SATA，BP1	(空) (空) (空) BP1 : SAS/SATA
4 信號接頭，CFF 3 電源接頭，CFF 2 C2 和 C3，CFF RAID 1 C0 和 C1，CFF RAID	4a PCIe 3 或 4b PCIe 2，主機板 (4b 不適用於 440-16i) 3 CFF 電源接頭，主機板 2 SAS/SATA，BP2 1 SAS/SATA，BP1	(空) (空) BP2 : SAS/SATA BP1 : SAS/SATA

BP123/BP1234

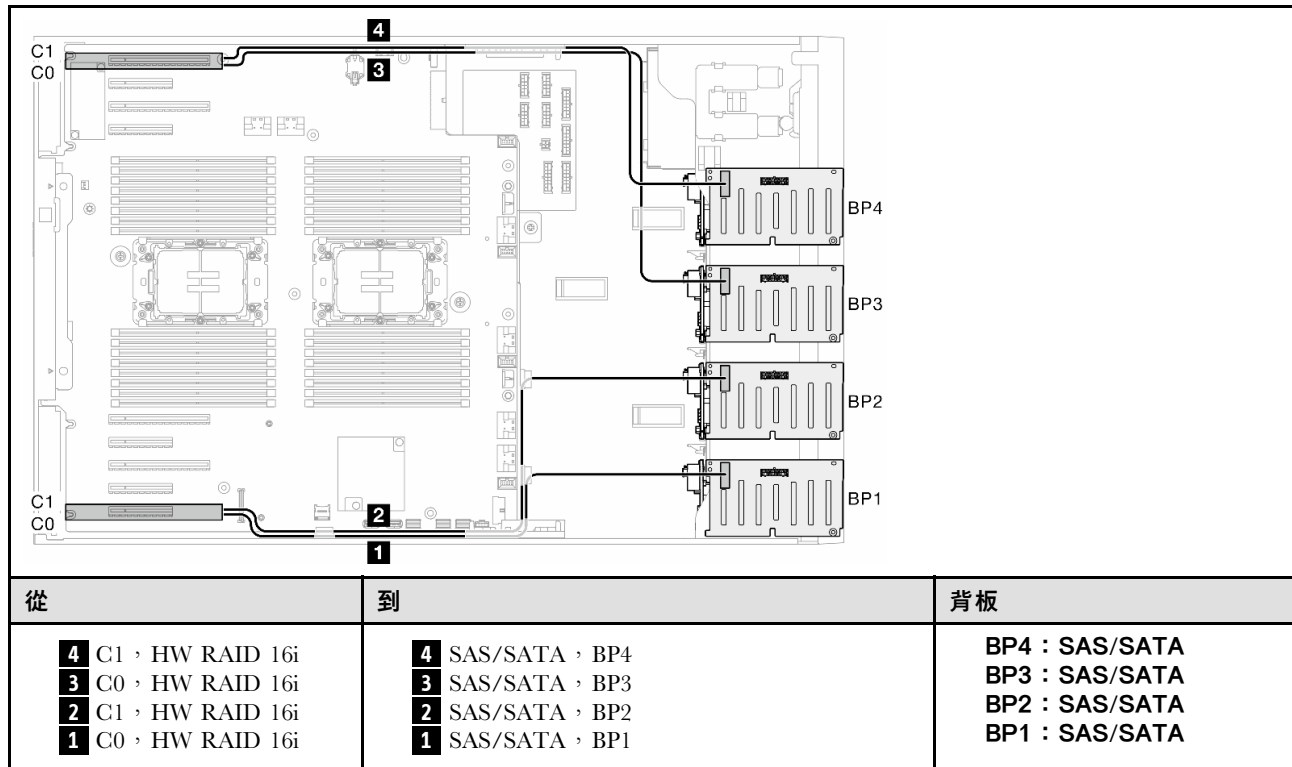
HW 8i ; 8i ; 8i (BP123)

表格 65. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 8i ; 8i ; 8i (BP123)



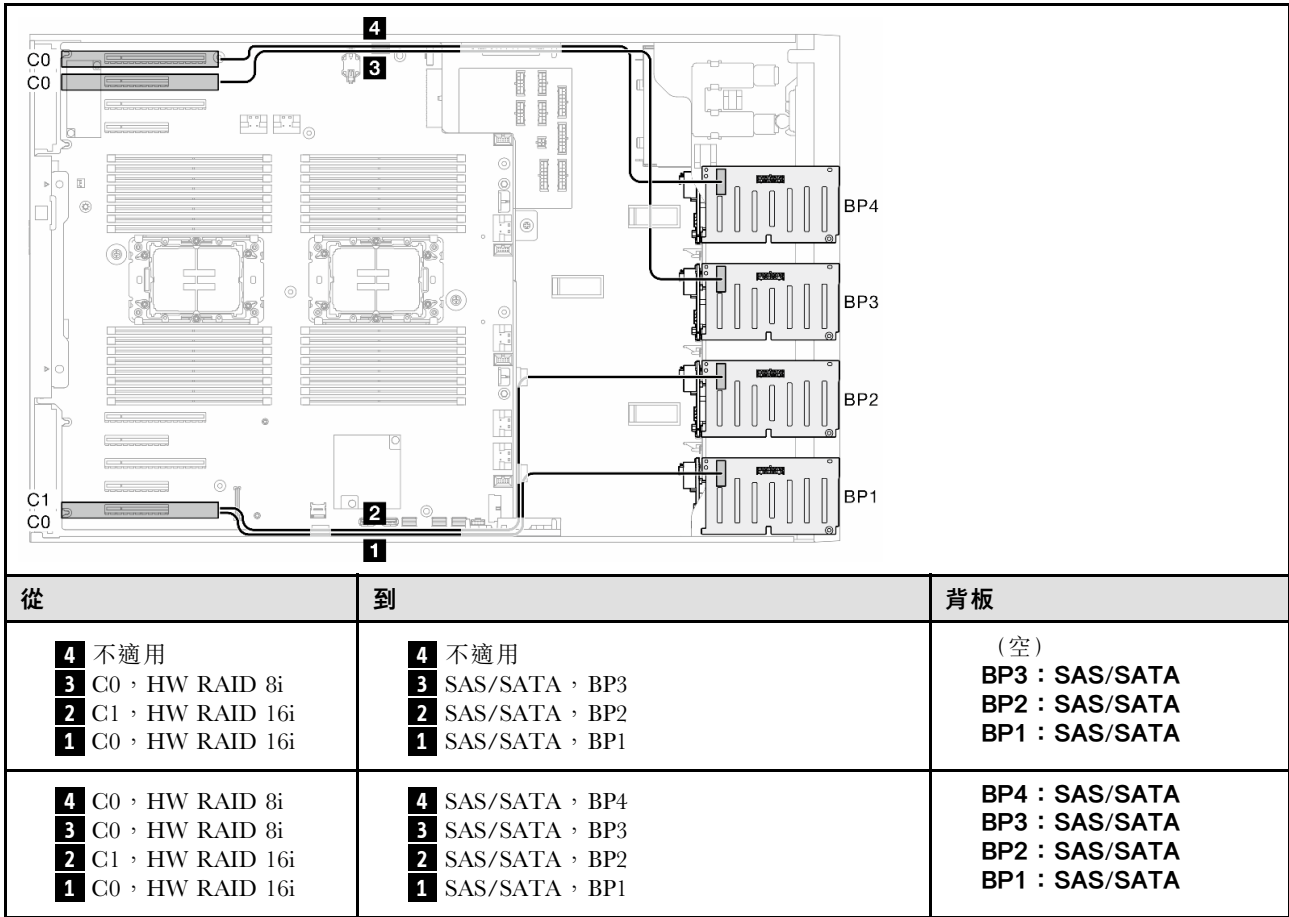
HW 16i ; 16i (BP1234)

表格 66. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 16i ; 16i



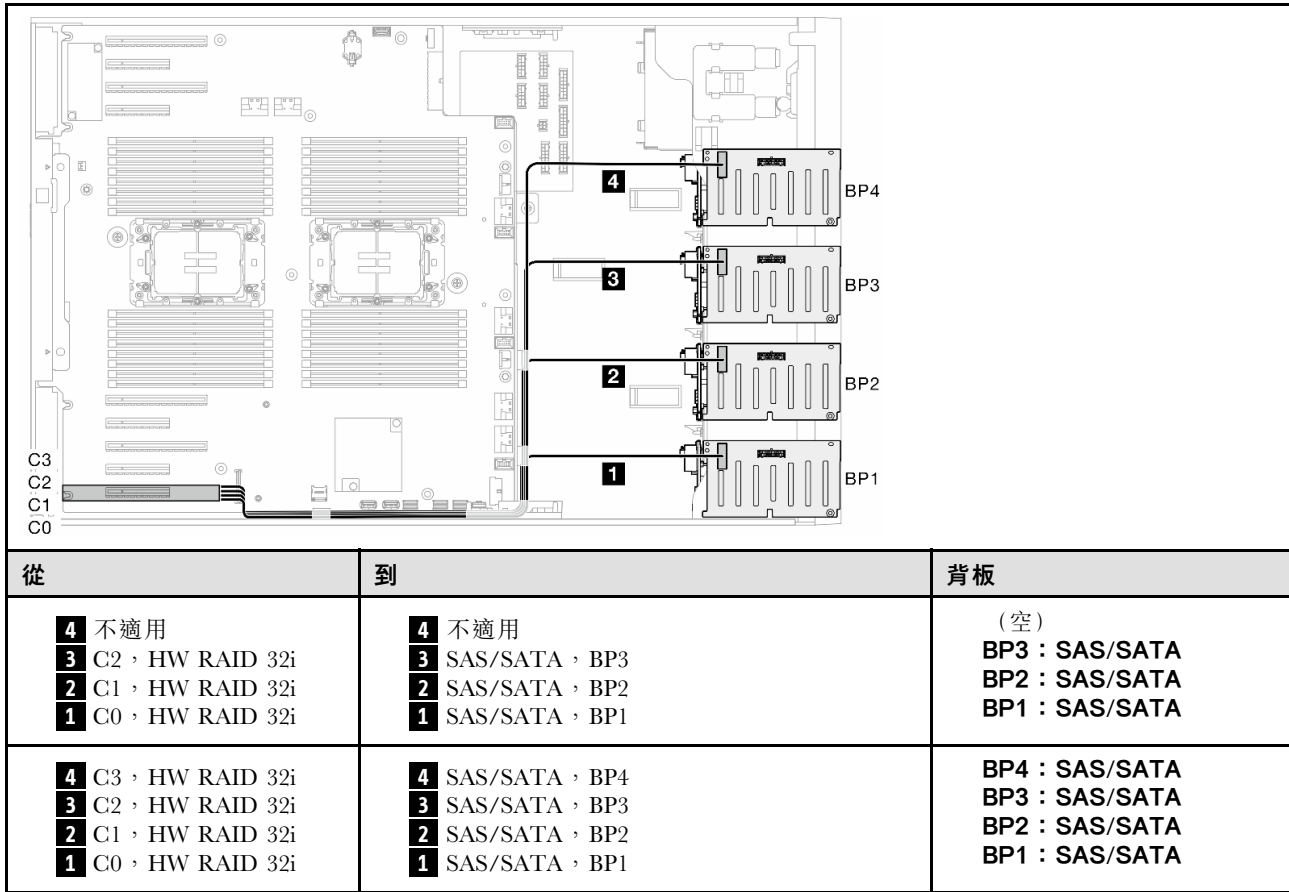
HW 16i ; 8i ; 8i (BP123/BP1234)

表格 67. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 16i ; 8i ; 8i (BP123/BP1234)



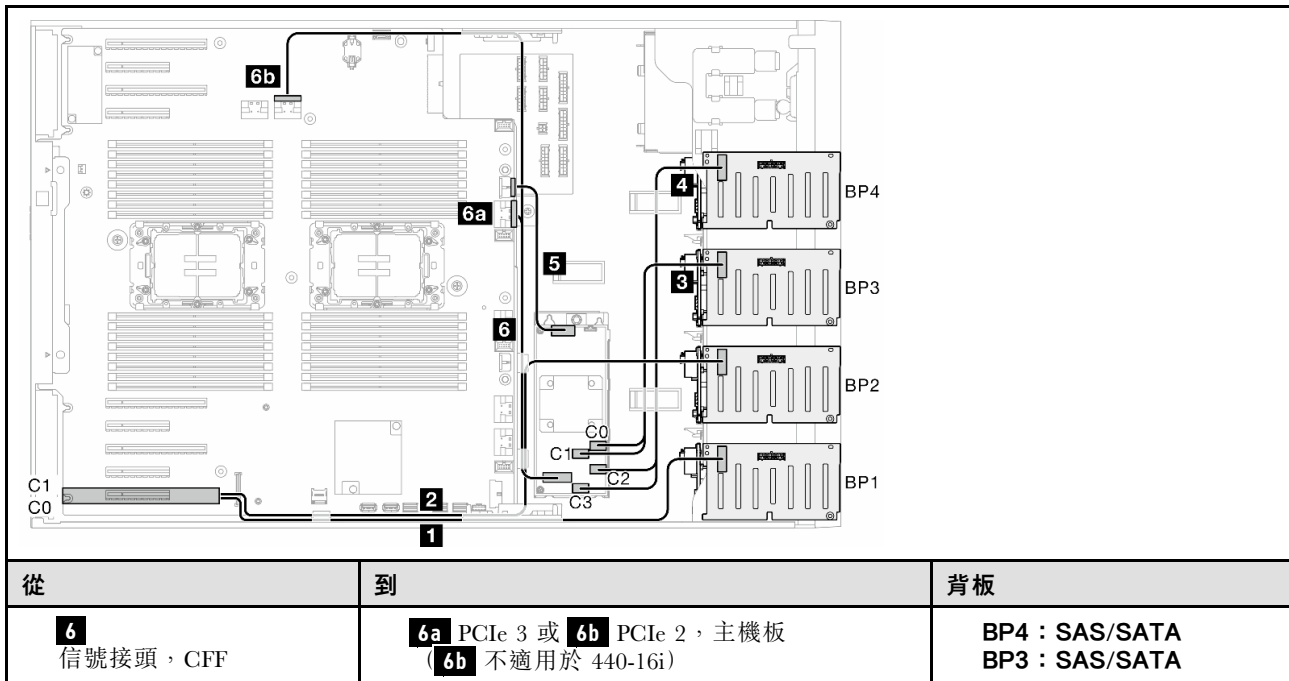
HW RAID 32i (BP123/BP1234)

表格 68. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 32i (BP123/BP1234)



HW 16i ; CFF (BP1234)

表格 69. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 16i ; 內部 CFF RAID (BP1234)



表格 69. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - HW RAID 16i ; 內部 CFF RAID (BP1234) (繼續)

<p>5 電源接頭，CFF 4 C2 和 C3，CFF RAID 3 C0 和 C1，CFF RAID 2 C1，HW RAID 16i 1 C0，HW RAID 16i</p>	<p>5 CFF 電源接頭，主機板 4 SAS/SATA，BP4 3 SAS/SATA，BP3 2 SAS/SATA，BP2 1 SAS/SATA，BP1</p>	<p>BP2 : SAS/SATA BP1 : SAS/SATA</p>
--	--	---

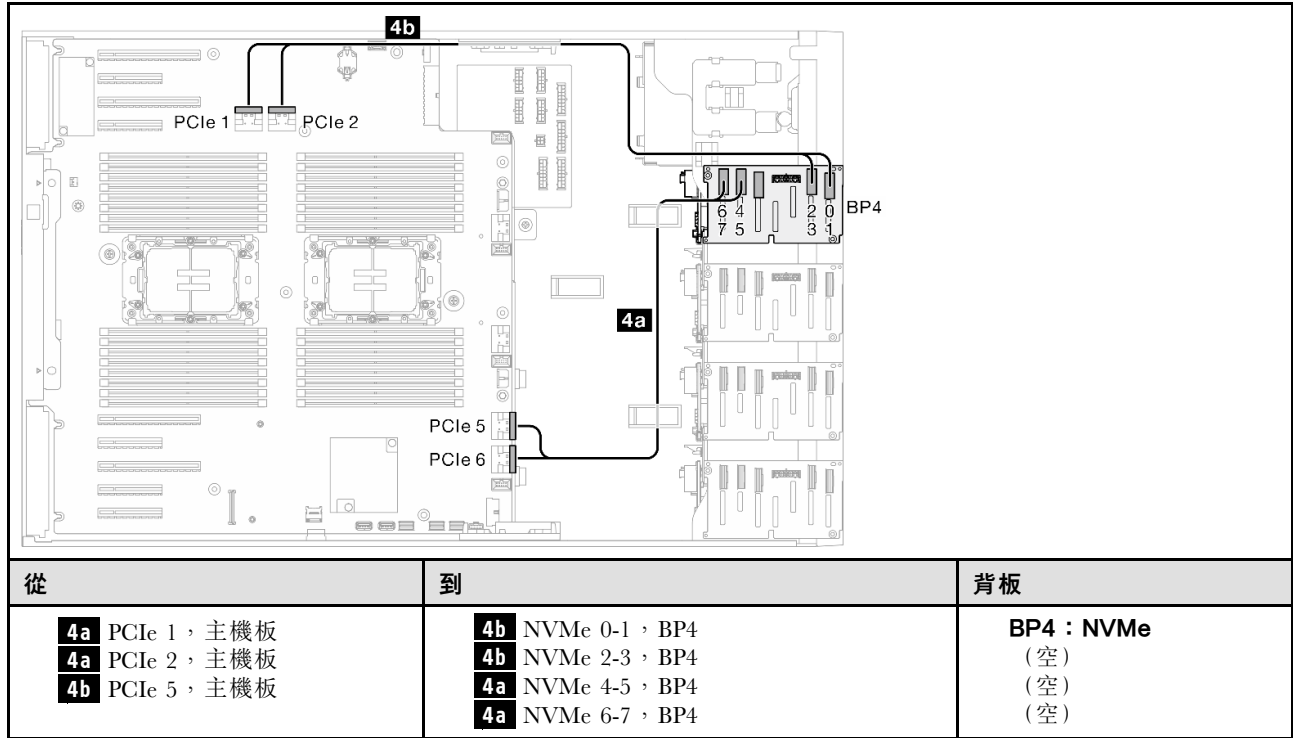
純 NVMe 組合

請參閱本主題以找出與 NVMe 硬碟背板的組合。

BP4

VROC (BP4)

表格 70. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - VROC (BP4)

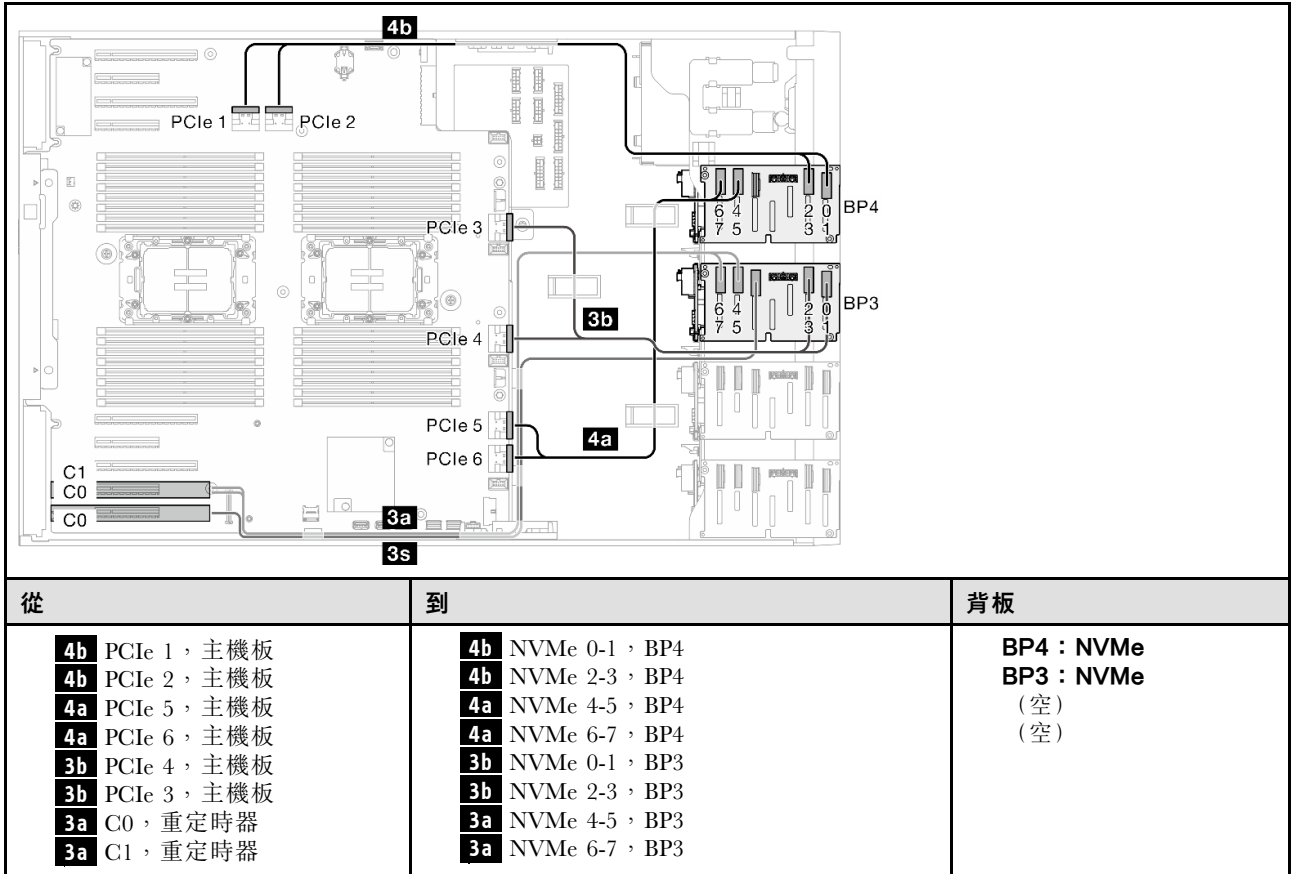


4b PCIe 6, 主機板	
-----------------------	--

BP34

VROC (BP34)

表格 71. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - VROC (BP34)



3s 不適用

3s 不適用

BP234

VROC (BP234)

表格 72. 3.5 吋硬碟纜線佈線 - VROC (BP234)

從	到	背板
<p>4b PCIe 1, 主機板</p> <p>4b PCIe 2, 主機板</p> <p>4a PCIe 5, 主機板</p> <p>4a PCIe 6, 主機板</p> <p>3a PCIe 4, 主機板</p> <p>3a PCIe 3, 主機板</p> <p>3b C0, 重定時器</p> <p>3b C1, 重定時器</p> <p>2b C0, 重定時器</p> <p>2b C1, 重定時器</p> <p>2a C0, 重定時器</p> <p>2a C1, 重定時器</p> <p>2s 不適用</p>	<p>4b NVMe 0-1, BP4</p> <p>4b NVMe 2-3, BP4</p> <p>4a NVMe 4-5, BP4</p> <p>4a NVMe 6-7, BP4</p> <p>3a NVMe 0-1, BP3</p> <p>3a NVMe 2-3, BP3</p> <p>3b NVMe 4-5, BP3</p> <p>3b NVMe 6-7, BP3</p> <p>2b NVMe 0-1, BP2</p> <p>2b NVMe 2-3, BP2</p> <p>2a NVMe 4-5, BP2</p> <p>2a NVMe 6-7, BP2</p> <p>2s 不適用</p>	<p>BP4 : NVMe</p> <p>BP3 : NVMe</p> <p>BP2 : NVMe</p> <p>(空)</p>

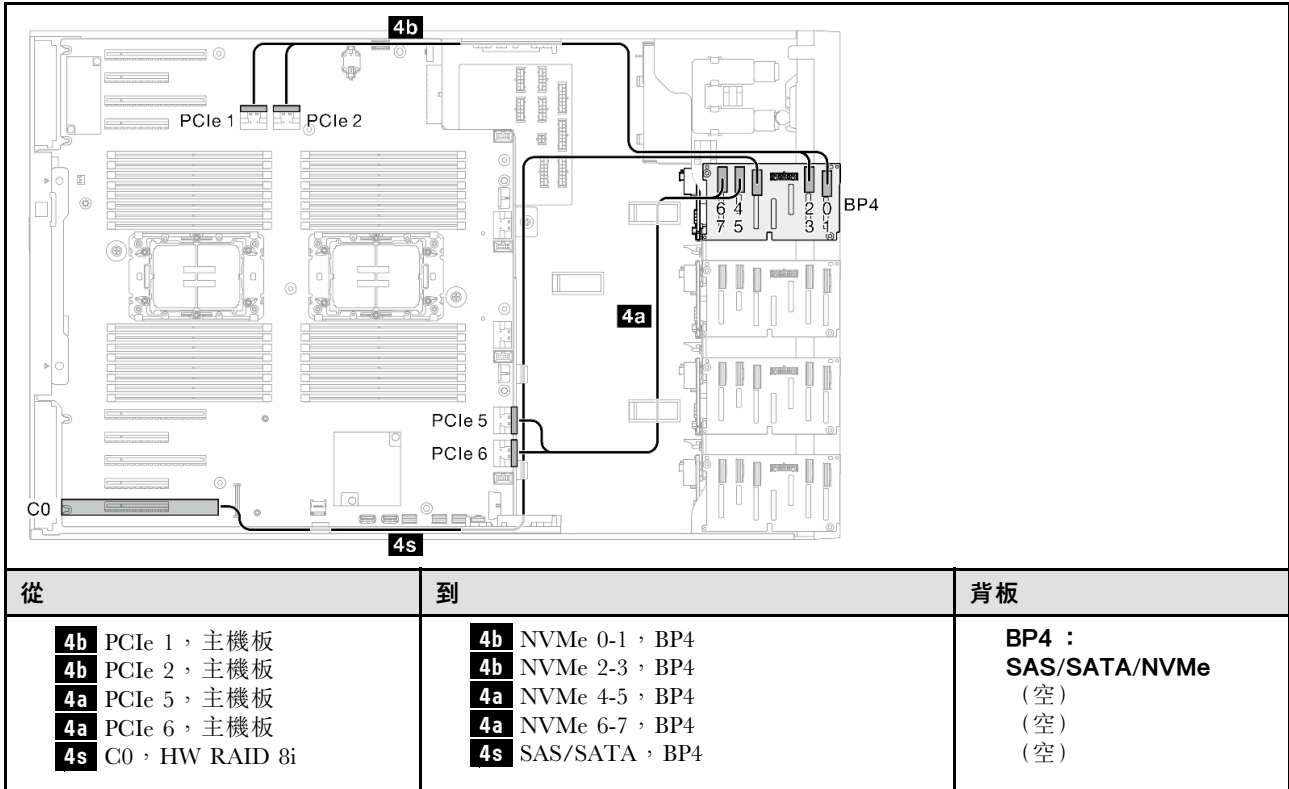
混合型組合

請參閱本主題以找出與 SAS/SATA 和 AnyBay 硬碟背板的組合。

BP4

8i (BP4) ; VROC (BP4)

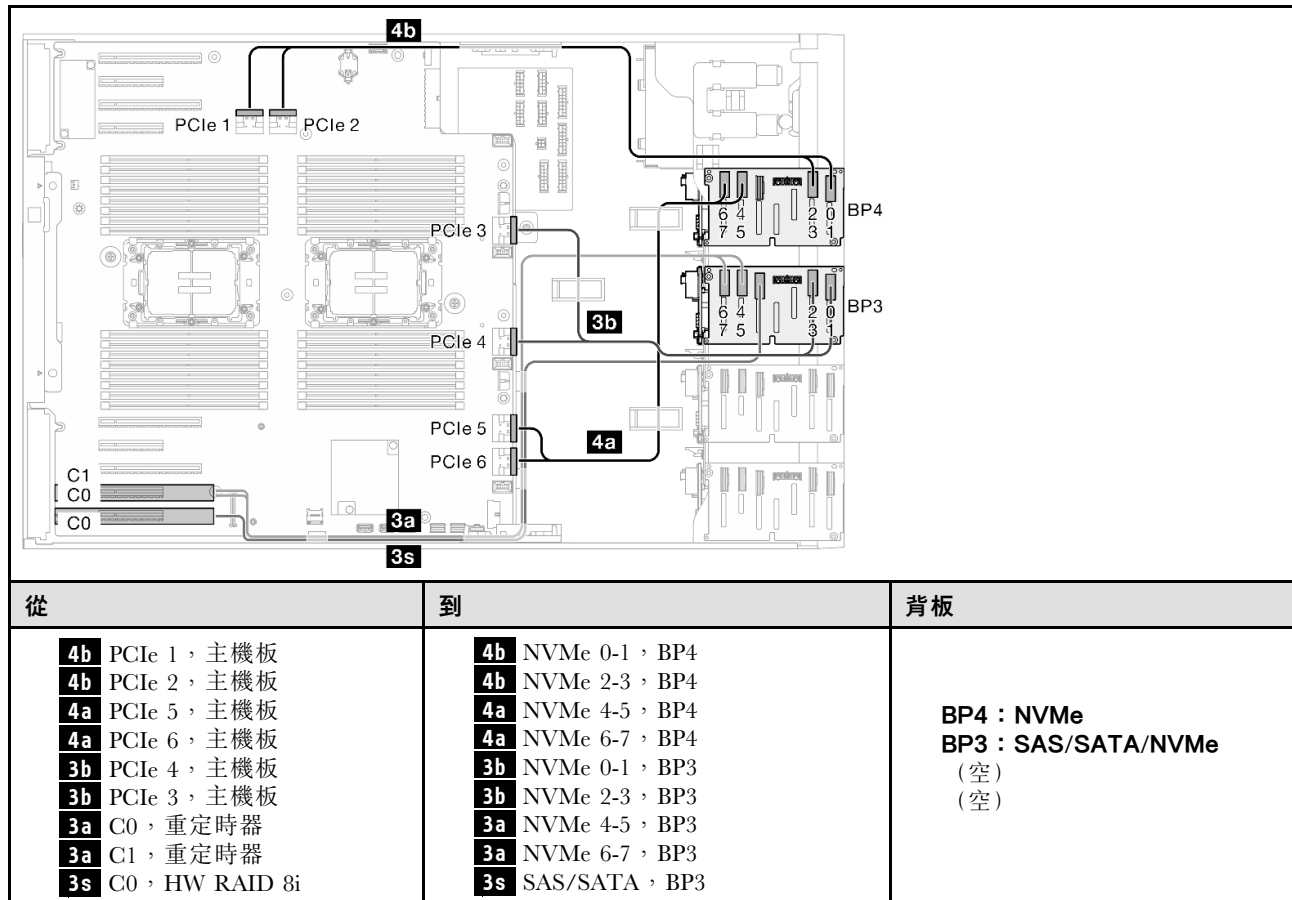
表格 73. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP4) ; VROC (BP4)



BP34

8i (BP3) ; VROC (BP34)

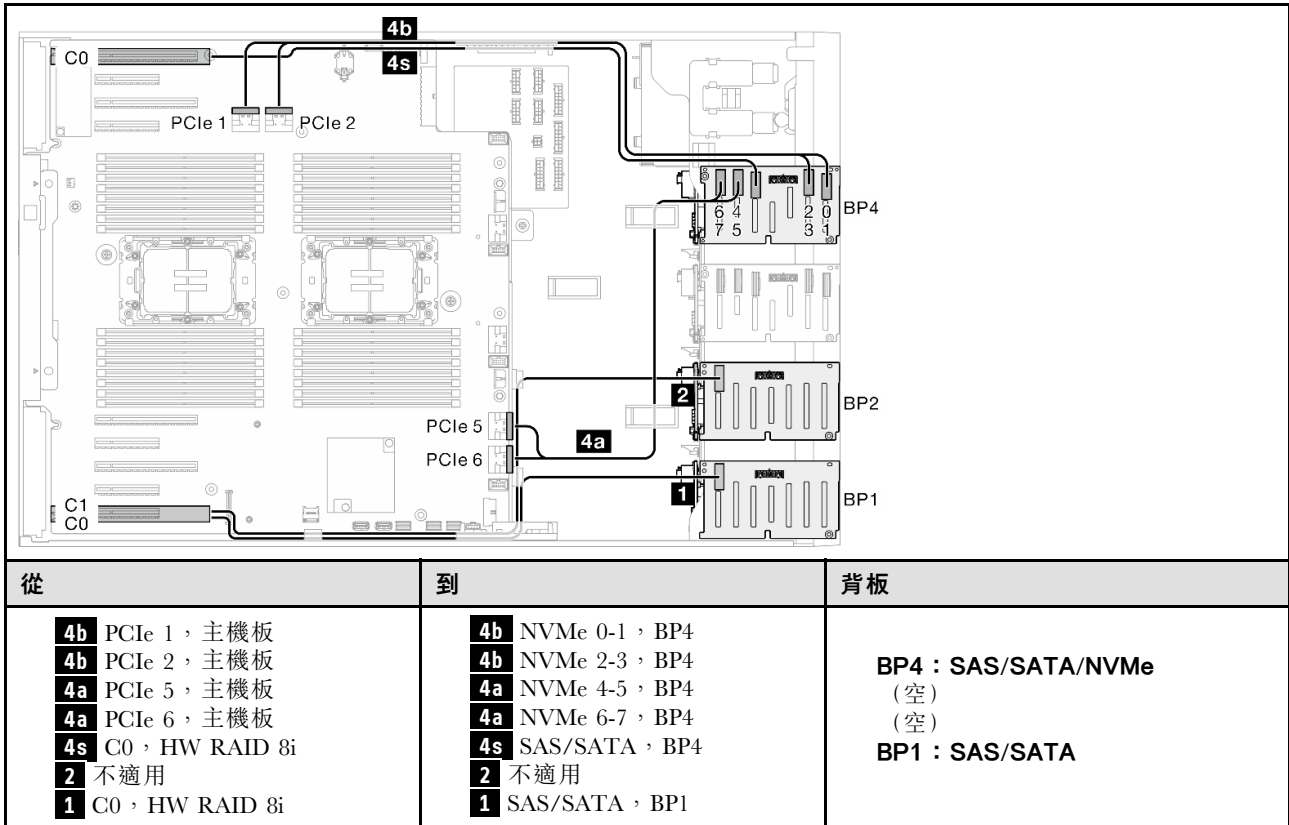
表格 74. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP3) ; VROC (BP34)



BP14

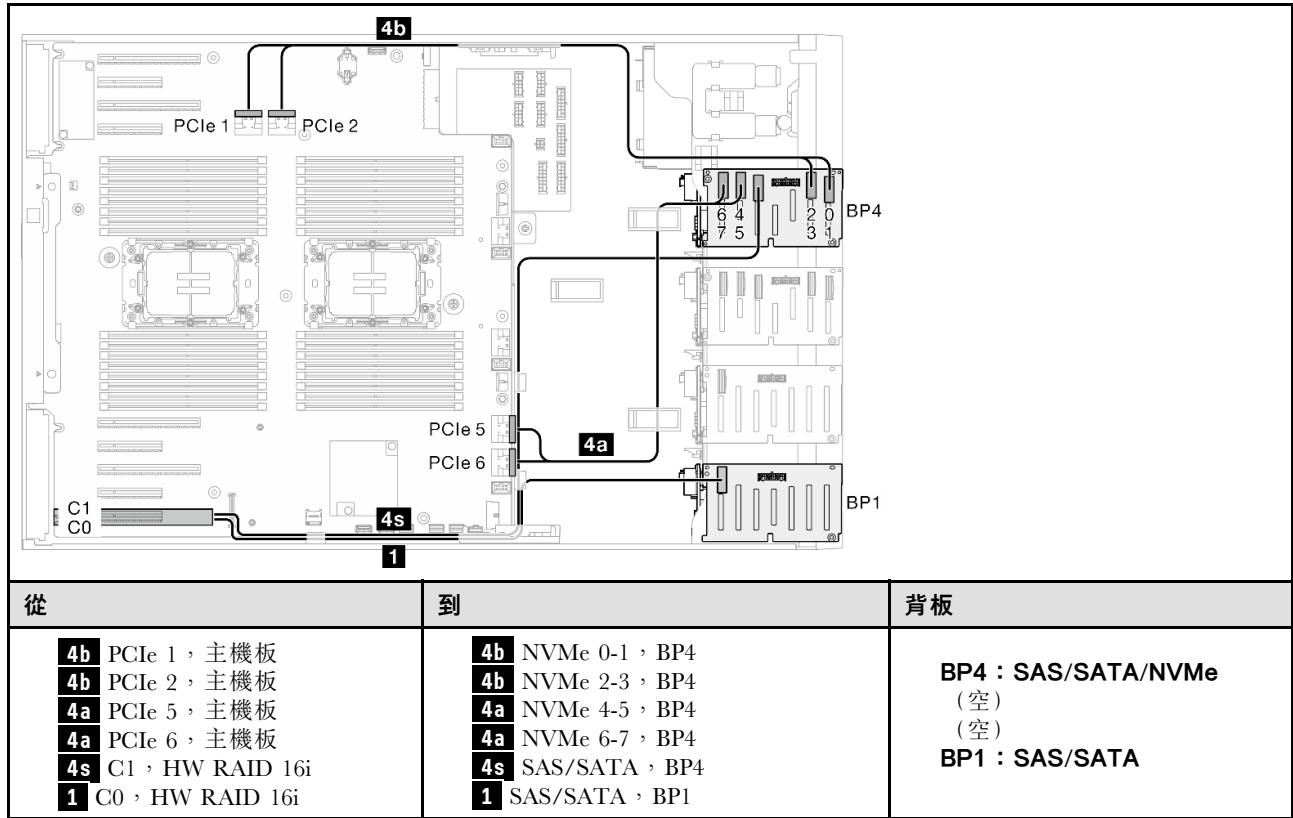
8i (BP1) ; 8i (BP4) ; VROC (BP4)

表格 75. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP1) ; 8i (BP4) ; VROC (BP4)



16i (BP14) ; VROC (BP4)

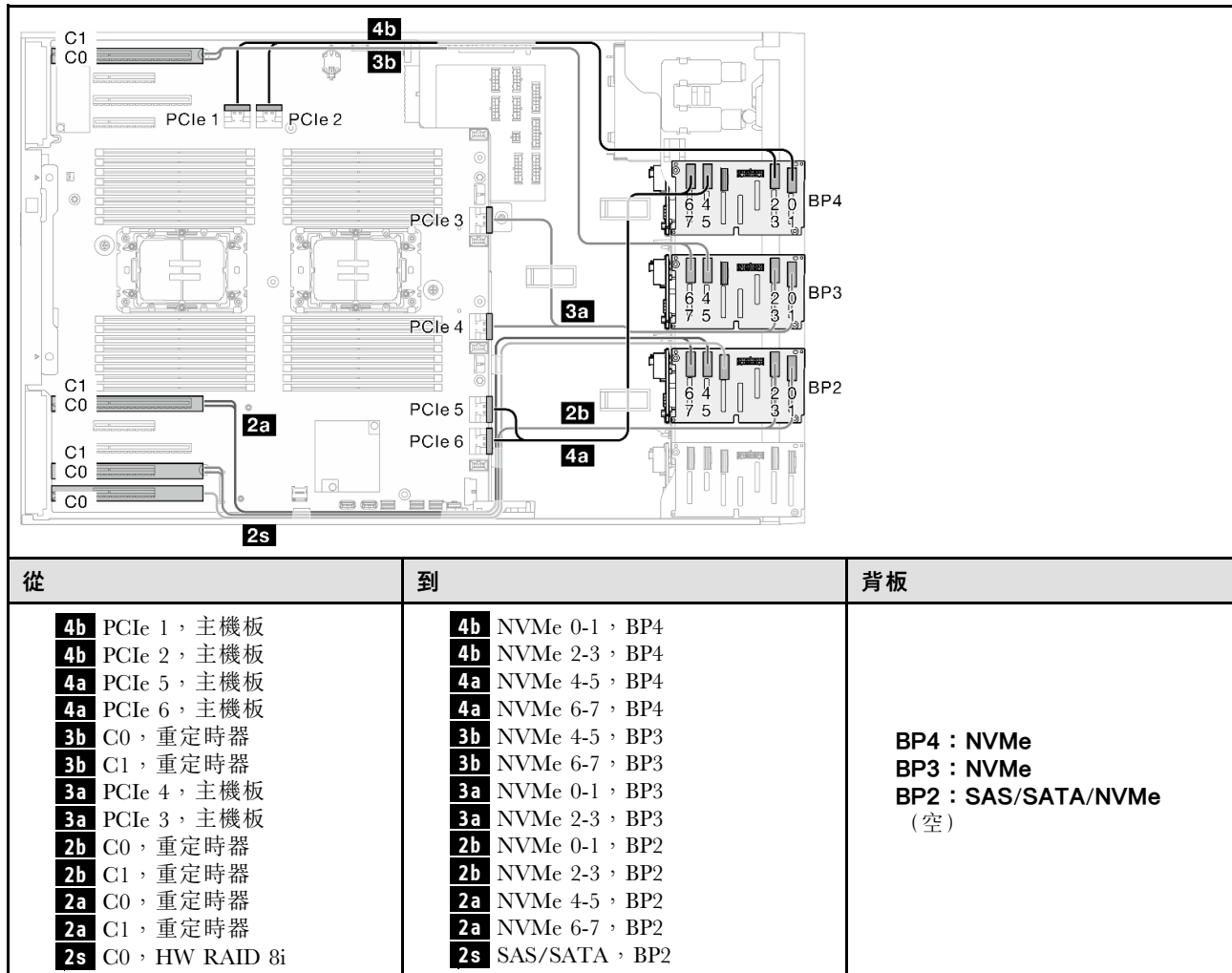
表格 76. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP14) ; VROC (BP4)



BP234

8i (BP2) ; VROC (BP234)

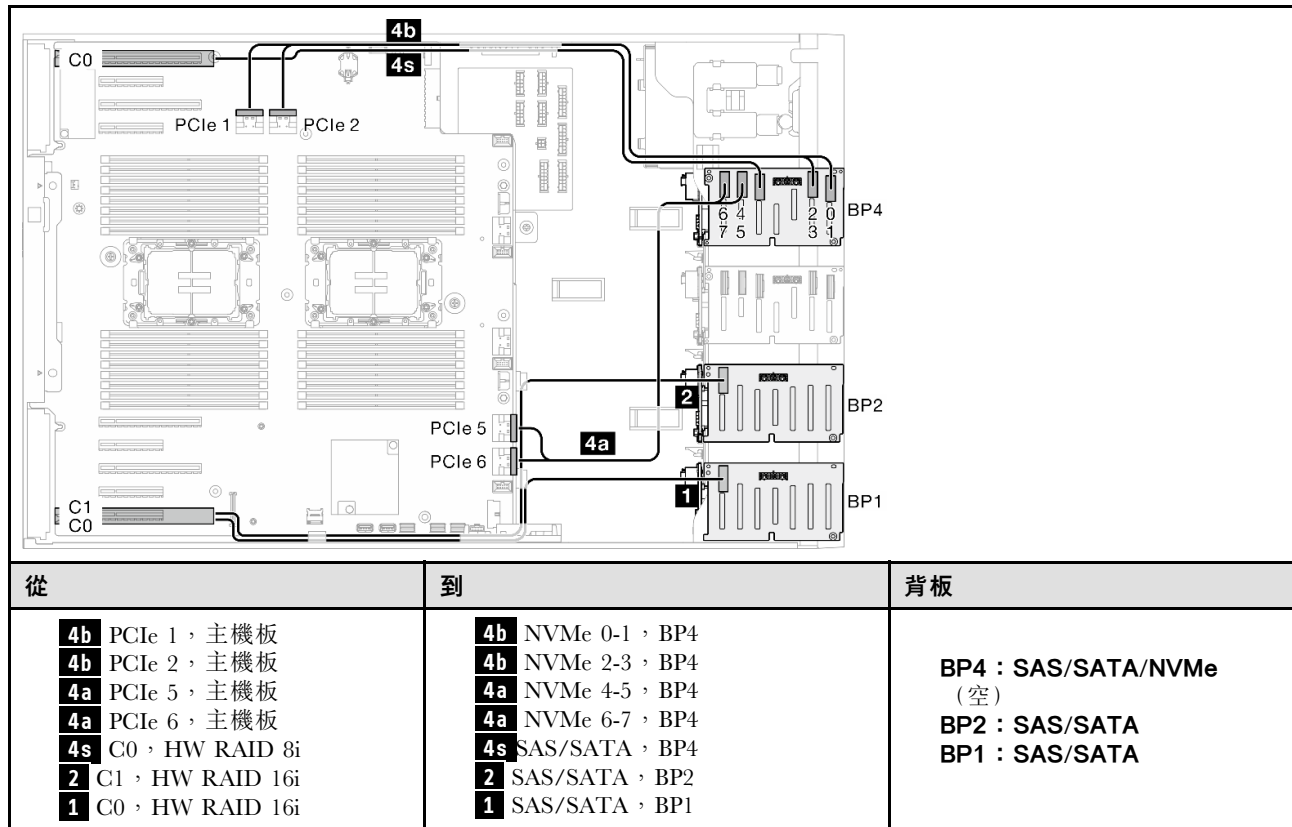
表格 77. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP2) ; VROC (BP234)



BP124

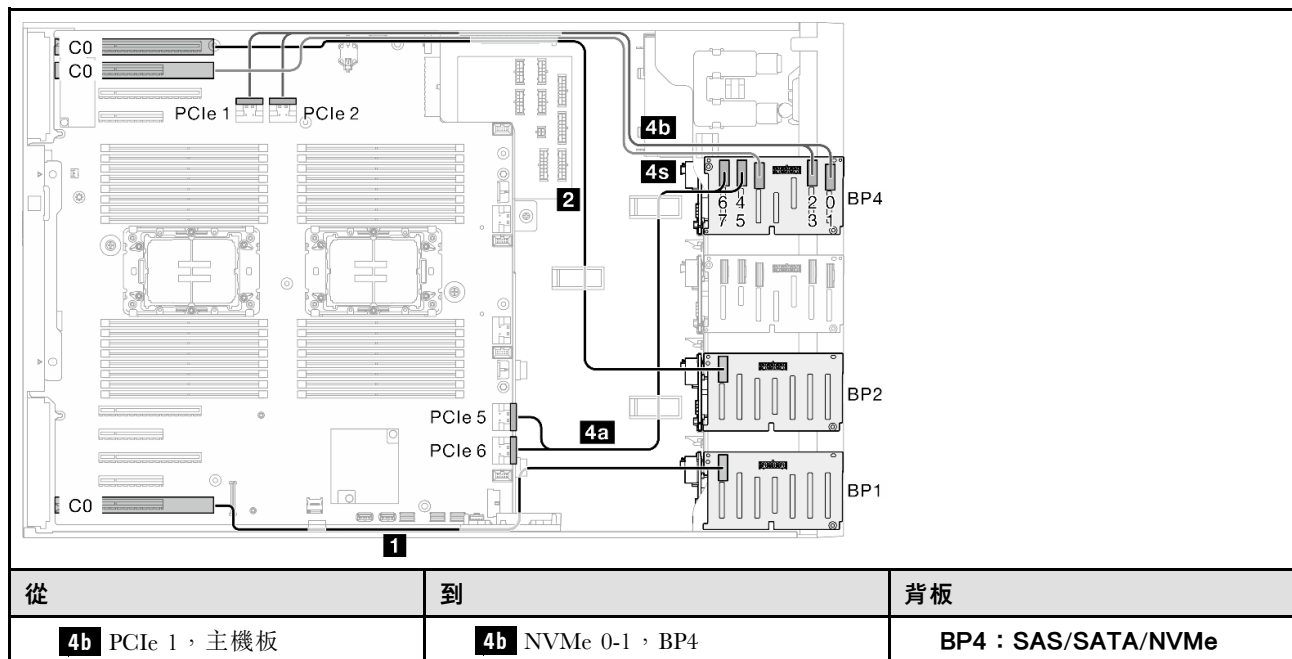
16i (BP12) ; 8i (BP4) ; VROC (BP4)

表格 78. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP12) ; 8i (BP4) ; VROC (BP4)



8i (BP124) ; VROC (BP4)

表格 79. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP124) ; VROC (BP4)

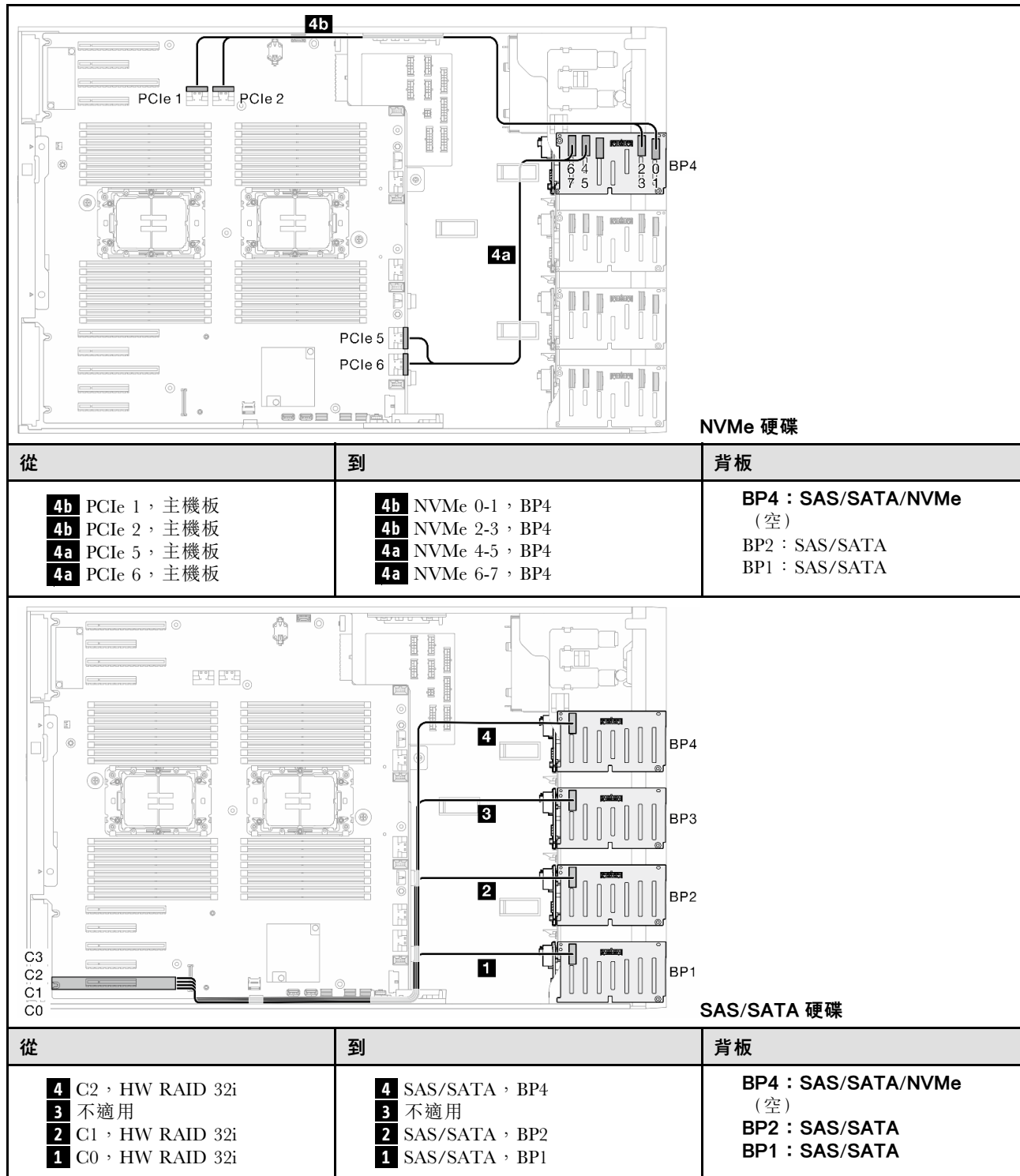


表格 79. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 8i (BP124) ; VROC (BP4) (繼續)

<p>4b PCIe 2, 主機板 4a PCIe 5, 主機板 4a PCIe 6, 主機板 4s C0, HW RAID 8i 2 C0, HW RAID 8i 1 C0, HW RAID 8i</p>	<p>4b NVMe 2-3, BP4 4a NVMe 4-5, BP4 4a NVMe 6-7, BP4 4s SAS/SATA, BP4 2 SAS/SATA, BP2 1 SAS/SATA, BP1</p>	<p>(空) BP2 : SAS/SATA BP1 : SAS/SATA</p>
--	---	--

32i (BP124) ; VROC (BP4)

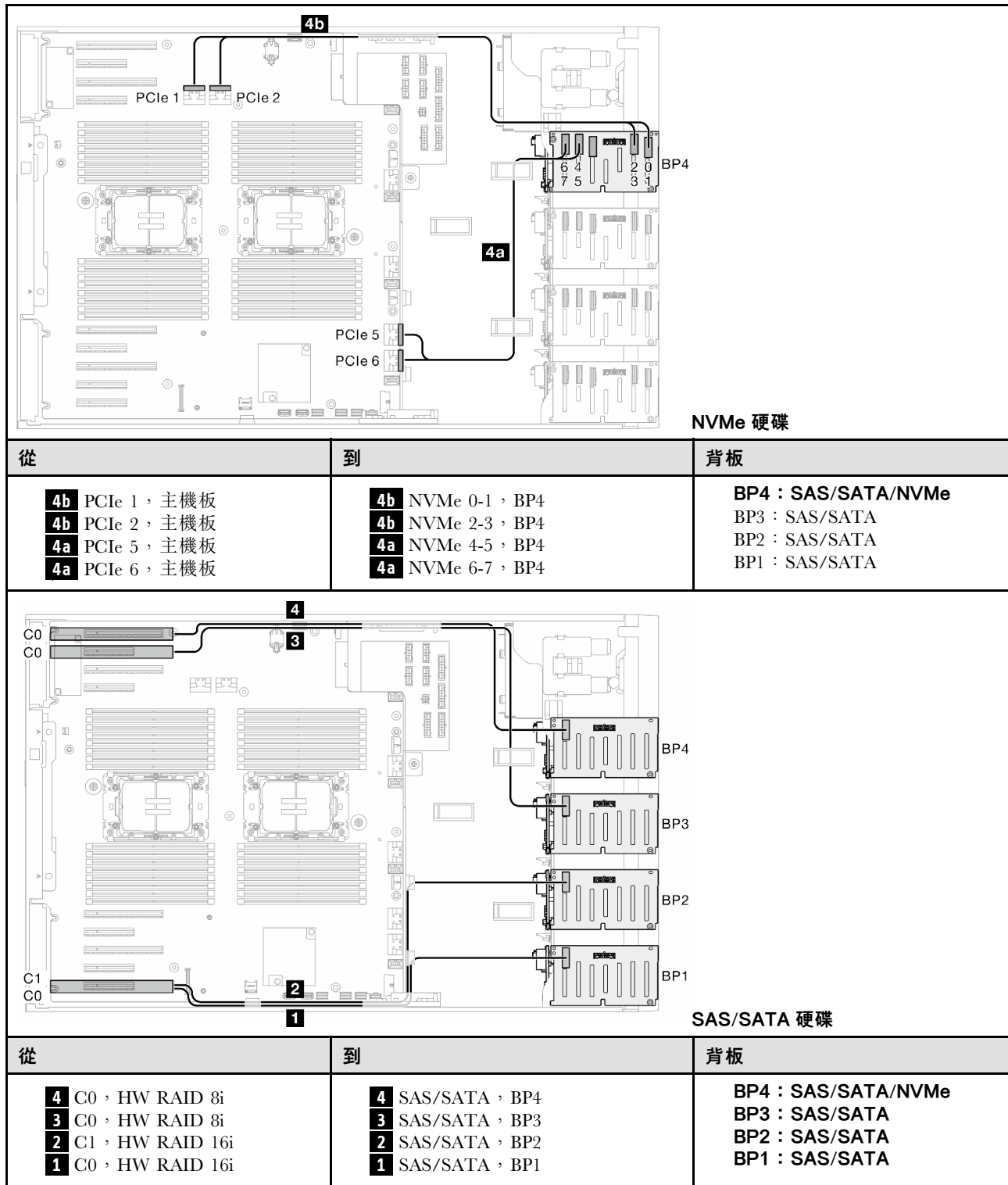
表格 80. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 32i (BP124) ; VROC (BP4)



BP1234

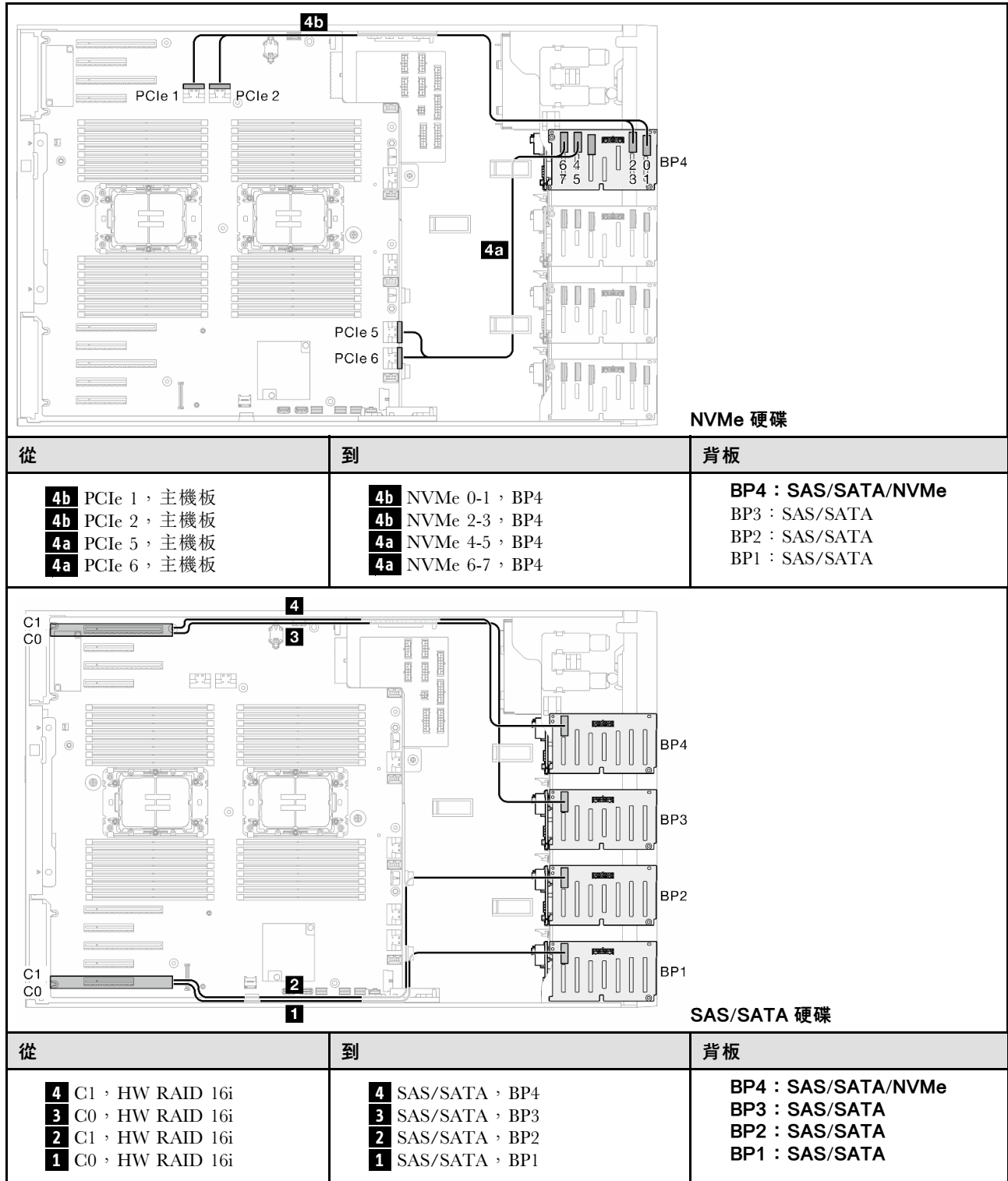
16i (BP12) ; 8i (BP34) ; VROC (BP4)

表格 81. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP12) ; 8i (BP34) ; VROC (BP4)



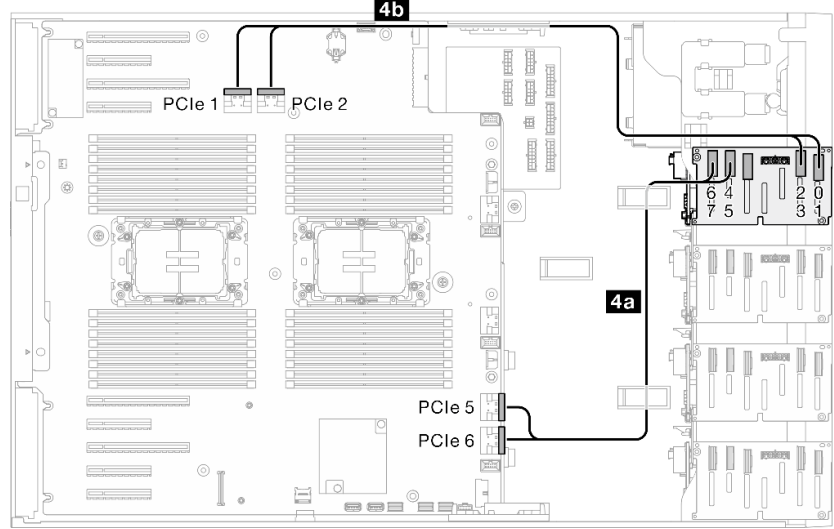

16i (BP12) ; 16i (BP34) ; VROC (BP4)

表格 82. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP12) ; 16i (BP34) ; VROC (BP4)



32i (BP1234) ; VROC (BP4)

表格 83. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 32i (BP1234) ; VROC (BP4)

 <p style="text-align: right;">NVMe 硬碟</p>		
從	到	背板
<p>4b PCIe 1, 主機板</p> <p>4b PCIe 2, 主機板</p> <p>4a PCIe 5, 主機板</p> <p>4a PCIe 6, 主機板</p>	<p>4b NVMe 0-1, BP4</p> <p>4b NVMe 2-3, BP4</p> <p>4a NVMe 4-5, BP4</p> <p>4a NVMe 6-7, BP4</p>	<p>BP4 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP3 : SAS/SATA</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>
 <p style="text-align: right;">SAS/SATA 硬碟</p>		
從	到	背板
<p>4 C3, HW RAID 32i</p> <p>3 C2, HW RAID 32i</p> <p>2 C1, HW RAID 32i</p> <p>1 C0, HW RAID 32i</p>	<p>4 SAS/SATA, BP4</p> <p>3 SAS/SATA, BP3</p> <p>2 SAS/SATA, BP2</p> <p>1 SAS/SATA, BP1</p>	<p>BP4 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP3 : SAS/SATA</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>

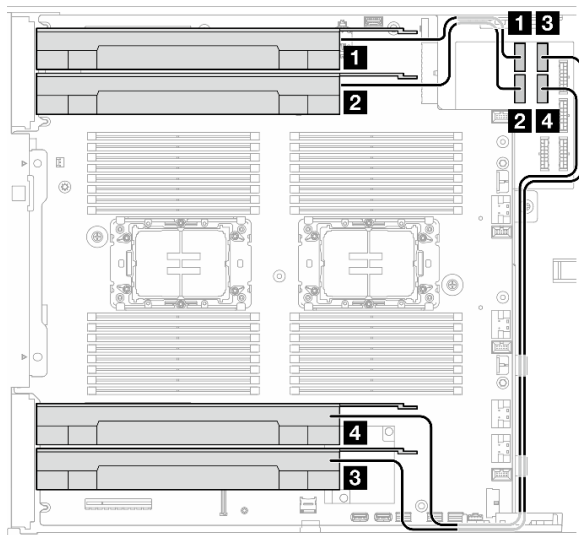
16i (BP12) ; CFF (BP34) ; VROC (BP4)

表格 84. 2.5 吋硬碟纜線佈線 - 16i (BP12) ; CFF (BP34) ; VROC (BP4)

<p style="text-align: right;">NVMe 硬碟</p>		
從	到	背板
<p>4b PCIe 1, 主機板</p> <p>4b PCIe 2, 主機板</p> <p>4a PCIe 5, 主機板</p> <p>4a PCIe 6, 主機板</p>	<p>4b NVMe 0-1, BP4</p> <p>4b NVMe 2-3, BP4</p> <p>4a NVMe 4-5, BP4</p> <p>4a NVMe 6-7, BP4</p>	<p>BP4 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP3 : SAS/SATA</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>
<p style="text-align: right;">SAS/SATA 硬碟</p>		
從	到	背板
<p>6 信號接頭, CFF</p> <p>5 電源接頭, CFF</p> <p>4 C2 和 C3, CFF RAID</p> <p>3 C0 和 C1, CFF RAID</p> <p>2 C1, HW RAID 16i</p> <p>1 C0, HW RAID 16i</p>	<p>6a PCIe 3 或 6b PCIe 2, 主機板 (6b 不適用於 440-16i)</p> <p>5 CFF 電源接頭, 主機板</p> <p>4 SAS/SATA, BP4</p> <p>3 SAS/SATA, BP3</p> <p>2 SAS/SATA, BP2</p> <p>1 SAS/SATA, BP1</p>	<p>BP4 : SAS/SATA/NVMe</p> <p>BP3 : SAS/SATA</p> <p>BP2 : SAS/SATA</p> <p>BP1 : SAS/SATA</p>

GPU 纜線佈線

使用本節來瞭解 GPU 的纜線佈線。

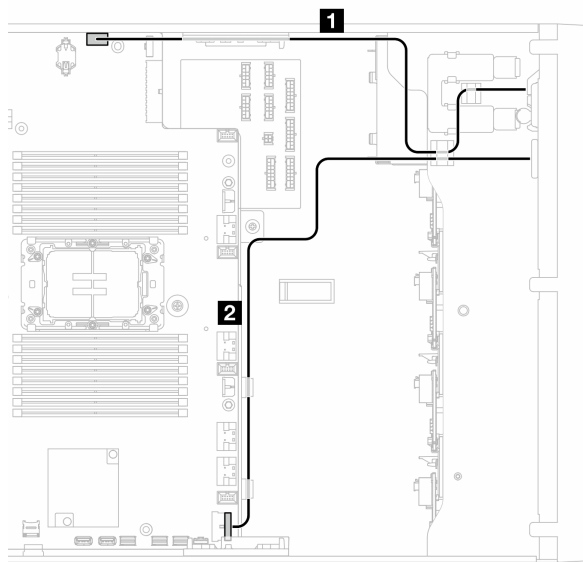


圖例 151. GPU 的纜線佈線

從 電源接頭	到電源配送板
1 GPU 1	GPU1 電源接頭
2 GPU 2	GPU2 電源接頭
3 GPU 3	GPU3 電源接頭
4 GPU 4	GPU4 電源接頭

正面 I/O 模組纜線佈線

請依照本節中的指示為正面 I/O 模組進行纜線佈線。



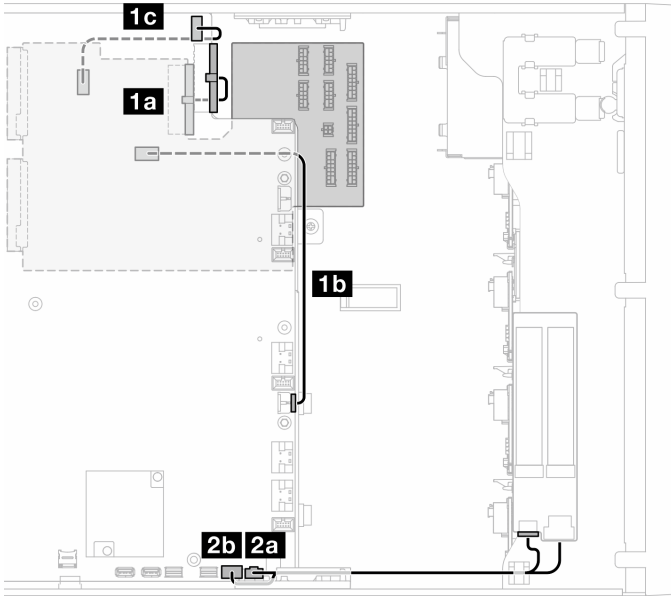
圖例 152. 正面 I/O 模組的纜線佈線

從	到主機板
正面 I/O 模組	1 前方操作面板接頭
	2 正面 USB 接頭

電源配送板和 M.2 配接卡

請參閱本主題以瞭解如何為電源配送板和 M.2 配接卡進行纜線佈線。

圖例 153. 電源配送板和 M.2 配接卡的纜線佈線



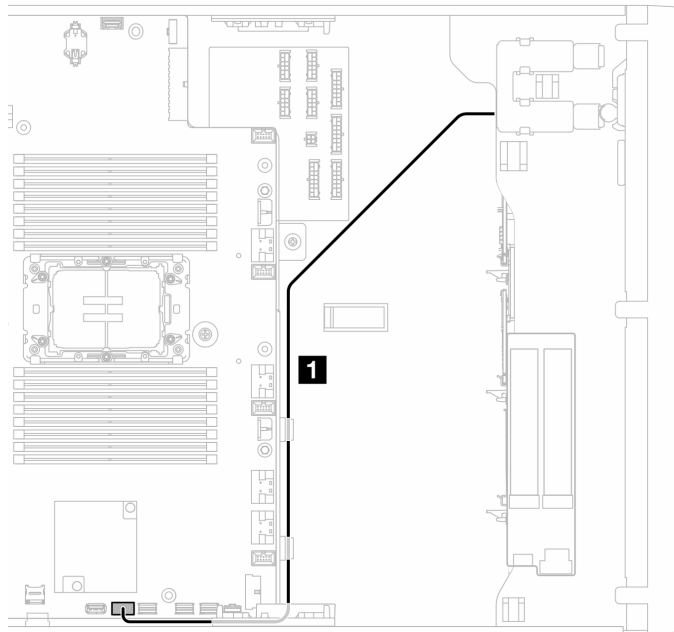
類別	從	到 (主機板)
電源配送板	1a PDB 主要電源接頭 1	主機板電源 1 接頭
	1b PDB 主要電源接頭 2	主機板電源 2 接頭
	1c PDB 側頻接頭	電源側頻接頭
M.2 開機配接卡	2a M.2 電源接頭	M.2 電源接頭
	2b M.2 信號接頭	M.2 信號接頭

光碟機/磁帶機

使用本節瞭解光碟機/磁帶機的纜線佈線。

- 第 261 頁 「光碟機」
- 第 262 頁 「SAS/USB 磁帶機」

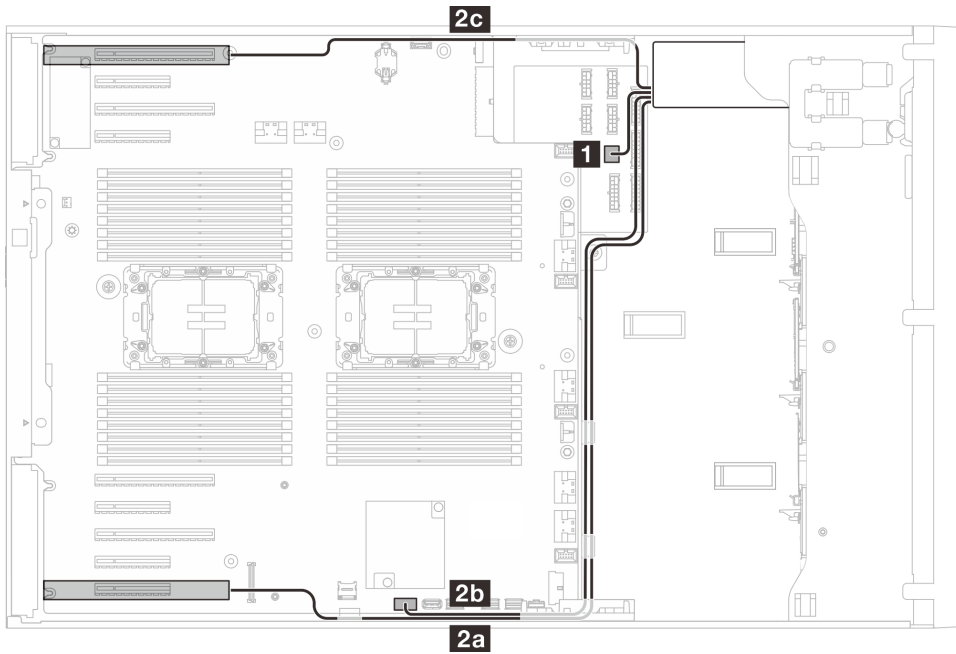
光碟機



圖例 154. 光碟機纜線佈線

從 光碟機	到主機板
1 信號 + 電源接頭	內部 USB 2 接頭

SAS/USB 磁帶機



圖例 155. SAS/USB 磁帶機的纜線佈線

從磁帶機	到
1 電源接頭	電源配送板：ODD 電源接頭
2 信號接頭	2c RAID/HBA 配接卡（插槽 1 到 4）
	2b 內部 USB 接頭
	2a RAID/HBA 配接卡（插槽 5 到 9）

第 7 章 系統配置

完成下列程序以配置您的系統。

設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線

您必須先指定 Lenovo XClarity Controller 如何連接至網路，才能透過網路存取 Lenovo XClarity Controller。依據網路連線的實作方式，您可能也需要指定靜態 IP 位址。

如果不使用 DHCP，下列方法可用於設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線：

- 如果有監視器連接至伺服器，您可以使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 來設定網路連線。請完成下列步驟，以使用 Lenovo XClarity Controller 將 Lenovo XClarity Provisioning Manager 連接至網路。
 1. 啟動伺服器。
 2. 按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
 3. 移至 **LXPM → UEFI 設定 → BMC 設定**，以指定 Lenovo XClarity Controller 連線至網路的方式。
 - 如果您選擇靜態 IP 連線，請確定網路上有您指定的 IPv4 或 IPv6 位址。
 - 如果您選擇 DHCP 連線，請確定伺服器的 MAC 位址已配置在 DHCP 伺服器中。
 4. 按一下 **確定** 以套用設定並等待兩到三分鐘。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 位址連接 Lenovo XClarity Controller。

重要事項：Lenovo XClarity Controller 最初設定的使用者名稱和密碼分別為 USERID 和 PASSWORD (當中所含的是數字 0，不是字母 O)。此預設使用者設定具有監督者存取權。在起始配置期間務必變更此使用者名稱和密碼，以加強安全性。

- 如果沒有監視器連接至伺服器，您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來設定網路連線。將乙太網路纜線從筆記型電腦連接至伺服器上的 XCC 系統管理埠。如需瞭解 XCC 系統管理埠的位置，請參閱第 19 頁第 2 章「伺服器元件」。

附註：確定您已修改筆記型電腦上的 IP 設定，使其位在與伺服器預設值相同的網路中。

貼在拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤提供預設的 IPv4 位址和 IPv6 鏈結本端位址 (LLA)。請參閱第 35 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。

- 如果您要使用行動裝置中的 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式，可以透過伺服器的 Lenovo XClarity Controller USB 接頭連接至 Lenovo XClarity Controller。如需瞭解 Lenovo XClarity Controller USB 接頭的位置，請參閱第 19 頁第 2 章「伺服器元件」。

附註：Lenovo XClarity Controller USB 接頭模式必須設為管理 Lenovo XClarity Controller (而非正常 USB 模式)。若要從正常模式切換為 Lenovo XClarity Controller 管理模式，請按住伺服器上的 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍 (每隔數秒一次)。如需瞭解 ID 按鈕的位置，請參閱第 19 頁第 2 章「伺服器元件」。

如果要使用 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式連接：

1. 將行動裝置的 USB 纜線連接至伺服器的 Lenovo XClarity Controller USB 接頭。
2. 在行動裝置上，啟用 USB 網際網路共用功能。
3. 在行動裝置上，啟動 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式。
4. 如果自動探索已停用，請按一下 USB 探索頁面上的**探索**以連接到 Lenovo XClarity Controller。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式的相關資訊，請參閱：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

為 Lenovo XClarity Controller 連線設定正面 USB 埠

您必須先配置 USB 埠用於 Lenovo XClarity Controller 連線，才能透過正面 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller。

伺服器支援

若要查看您的伺服器是否支援透過正面 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller，請檢查下列其中一項：

- 請參閱第 19 頁第 2 章「伺服器元件」。



- 如果您伺服器的 USB 埠上有扳手圖示，您可以將 USB 埠設定為連接到 Lenovo XClarity Controller。它也是唯一支援透過 USB 自動更新韌體和 RoT 安全模組的 USB 埠。

為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠

您可以執行下列其中一個步驟，將 USB 埠在一般和 Lenovo XClarity Controller 管理作業之間切換。

- 按住 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍（每隔數秒一次）。如需瞭解 ID 按鈕的位置，請參閱第 19 頁第 2 章「伺服器元件」。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中，執行 `usbfp` 指令。如需使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面中，按一下 **BMC 配置 → 網路 → 前方面板 USB 埠管理員**。如需 Lenovo XClarity Controller Web 介面功能的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「XClarity Controller Web 介面功能的說明」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

檢查 USB 埠目前設定

您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI (`usbfp` 指令) 或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面 (**BMC 配置 → 網路 → 前方面板 USB 埠管理員**) 來檢查 USB 埠的目前設定。請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」和「XClarity Controller Web 介面功能的說明」兩節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

更新韌體

有數個選項可更新伺服器的韌體。

您可以使用此處列出的工具，為您的伺服器及安裝在伺服器中的裝置更新為最新版的韌體。

- 您可以在下列網站找到更新韌體相關的最佳做法：
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 最新的韌體可以在下列網站找到：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/>
- 您可以訂閱產品通知以隨時掌握韌體更新情況：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

靜態組合 (Service Pack)

Lenovo 通常以稱為靜態組合 (Service Pack) 的組合發佈韌體。為確保所有韌體更新相容，您應該同時更新所有韌體。如果 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 的韌體都要更新，請先更新 Lenovo XClarity Controller 的韌體。

更新方法術語

- **頻內更新**。使用在伺服器核心 CPU 上執行的作業系統內的工具或應用程式，來執行安裝或更新。
- **頻外更新**。由收集更新，然後將更新引導至目標子系統或裝置的 Lenovo XClarity Controller 來執行安裝或更新。頻外更新與在核心 CPU 上執行的作業系統沒有相依性。不過，大部分頻外作業都要求伺服器處於 S0 (運作中) 電源狀態。
- **正中目標更新**。安裝或更新是從目標伺服器本身上執行的已安裝作業系統起始。
- **偏離目標更新**。從與伺服器的 Lenovo XClarity Controller 直接互動的計算裝置起始的安裝或更新。
- **靜態組合 (Service Pack)**。靜態組合 (Service Pack) 是經過設計和測試的配套更新，可提供相互依存的功能、效能和相容性。靜態組合 (Service Pack) 因伺服器機型而各異，是專為支援特定 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 作業系統發行套件所建置 (提供韌體和裝置驅動程式更新)。另有僅含機型特有韌體的靜態組合 (Service Pack) 供使用。

韌體更新工具

請參閱下表判斷可用於安裝及設定韌體的最佳 Lenovo 工具：

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	硬碟韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援靜態組合 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	頻內 ² 正中目標	✓			✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	頻內 ⁴ 頻外 偏離目標	✓	選取的 I/O 裝置	✓ ³	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置	✓ ³		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置		✓		✓

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	硬碟韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援靜態組合 (Service Pack)
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	頻內 頻外 偏離目標	√	所有 I/O 裝置		√ (BoMC 應用程式)	√ (BoMC 應用程式)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	頻內 ¹ 頻外 ² 偏離目標	√	所有 I/O 裝置		√		√
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) VMware vCenter 適用版	頻外 偏離目標	√	選取的 I/O 裝置		√		
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) Microsoft Windows Admin Center 適用版	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	√	所有 I/O 裝置		√		√
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) Microsoft System Center Configuration Manager 適用版	頻內 正中目標	√	所有 I/O 裝置		√		√

附註：

- 適用於 I/O 韌體更新。
- 適用於 BMC 和 UEFI 韌體更新。
- 僅以下工具和方法支援硬碟韌體更新：
 - XCC 裸機更新 (BMU)：頻內，需要系統重新開機。
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - 對於 ThinkSystem V2 和 V3 產品支援的硬碟（舊硬碟）：頻內，不需要系統重新開機。
 - 對於僅 ThinkSystem V3 產品支援的硬碟（新硬碟）：暫存到 XCC，然後使用 XCC BMU 完成更新（頻內，需要系統重新開機）。
- 僅裸機更新 (BMU)。

• **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新 Lenovo XClarity Controller 韌體、UEFI 韌體及 Lenovo XClarity Provisioning Manager 軟體。

附註：依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 圖形使用者介面會在您啟動伺服器並按下畫面上指示的按鍵時顯示。如果您已經將該預設值變更為文字型系統設定，則您可以從文字型系統設定介面開啟圖形使用者介面。

如需有關使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「韌體更新」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

- **Lenovo XClarity Controller**

如果您需要安裝特定更新項目，可以針對特定伺服器使用 Lenovo XClarity Controller 介面。

附註：

— 若要透過 Windows 或 Linux 執行頻內更新，必須安裝作業系統驅動程式，而且必須啟用 Ethernet-over-USB（有時稱為 LAN over USB）介面。

如需配置 Ethernet over USB 的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「配置 Ethernet over USB」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

— 如果您要透過 Lenovo XClarity Controller 來更新韌體，請確定您已下載並安裝適用於伺服器作業系統的最新裝置驅動程式。

如需有關使用 Lenovo XClarity Controller 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「更新伺服器韌體」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是一套指令行應用程式集合，可用於管理 Lenovo 伺服器。其更新應用程式可用於更新伺服器的韌體和裝置驅動程式。更新可在伺服器的主機作業系統內（頻內）執行或透過伺服器的 BMC（頻外）從遠端執行。

如需有關使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新韌體的其他資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 透過圖形使用者介面 (GUI) 提供大多數的 OneCLI 更新功能。可用於獲得和部署靜態組合更新套件和個別更新項目。靜態組合包含 Microsoft Windows 和 Linux 適用的韌體和裝置驅動程式更新。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 來建立適合在受支援伺服器上執行韌體更新、VPD 更新、庫存和 FFDC 收集、進階系統配置、FoD 金鑰管理、安全清除、RAID 配置和診斷的可開機媒體。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials BoMC：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您要使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多部伺服器，可以透過該介面更新所有受管理伺服器的韌體。透過為受管理端點指派韌體相容性原則來簡化韌體管理。當您建立相容性原則並指派給受管理端點時，Lenovo XClarity Administrator 會監視這些端點的庫存變更，並標示出不相容的端點。

如需有關使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Lenovo XClarity Integrator 供應項目**

Lenovo XClarity Integrator 供應項目可以將 Lenovo XClarity Administrator 及伺服器的管理功能，與特定部署基礎架構（例如 VMware vCenter、Microsoft 系統管理中心或 Microsoft System Center）中使用的軟體整合。

如需有關使用 Lenovo XClarity Integrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置韌體

有數個選項可用來安裝和設定伺服器的韌體。

重要事項：Lenovo 不建議將 Option ROM 設定為 **Legacy (傳統)**，但您可以視需要進行此設定。請注意，此設定會阻止載入插槽裝置的 UEFI 驅動程式，這可能會對 Lenovo 軟體（例如 LXCA、OneCLI 和 XCC）造成不良副作用。這些副作用包括但不限於無法判斷配接卡詳細資料，例如型號名稱和韌體版本。例如，「ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 快閃記憶體」可能會顯示為「配接卡 06:00:00」。在某些情況下，特定 PCIe 配接卡上的功能可能未正確啟用。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 配置伺服器的 UEFI 設定。

附註：Lenovo XClarity Provisioning Manager 提供了圖形使用者介面來配置伺服器。也可以使用文字型介面的系統配置 (Setup Utility)。您可以在 Lenovo XClarity Provisioning Manager 選擇重新啟動伺服器，並存取文字型介面。此外，您可以將文字型介面選定為啟動 LXPM 時的預設顯示介面。若要這麼做，請移至 **Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 設定 → 系統設定 → <F1> Start Control → 文字設定**。若要使用圖形使用者介面啟動伺服器，請選取**自動或工具套件**。

如需相關資訊，請參閱下列文件：

- 搜尋與您伺服器相容的 LXPM 文件版本，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- *UEFI 使用手冊*，網址為 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

您可以使用配置應用程式和指令來檢視現行系統的配置設定，以及變更 Lenovo XClarity Controller 與 UEFI。儲存的配置資訊可用於複製或還原其他系統。

如需使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

• Lenovo XClarity Administrator

您可以使用一致的配置，為所有伺服器快速進行佈建和預先佈建。您可以將配置設定（例如本端儲存體、I/O 配接卡、開機設定、韌體、埠、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 設定）儲存為 Server Pattern，方便套用到一部或多部受管理伺服器。當 Server Pattern 更新時，變更內容會自動部署至套用的伺服器。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的特定詳細資料，請參閱：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html

• Lenovo XClarity Controller

您可以透過 Lenovo XClarity ControllerWeb 介面、指令行介面或 Redfish API 來配置伺服器的管理處理器。

如需使用 Lenovo XClarity Controller 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「配置伺服器」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

記憶體模組配置

記憶體效能取決於幾種變數，例如記憶體模式、記憶體速度、記憶體排、記憶體安裝和處理器。

如需最佳化記憶體效能及配置記憶體的資訊，請至 Lenovo Press 網站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

啟用 Software Guard Extensions (SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) 的運作有一個假設條件，即安全範圍僅包含 CPU 封裝的內部，而 DRAM 則不受信任。

請務必參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的第 44 頁「記憶體模組安裝規則和順序」，其中指定您的伺服器是否支援 SGX 並列出 SGX 配置的記憶體模組插入順序。

完成下列步驟以啟用 SGX。

- 步驟 1. 重新啟動系統。在作業系統啟動之前，按下畫面上指示的按鍵以進入 Setup Utility。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
- 步驟 2. 移至 **系統設定** → **處理器** → **UMA 型叢集**，然後停用該選項。
- 步驟 3. 移至 **系統設定** → **處理器** → **全記憶體加密 (TME)**，然後啟用該選項。
- 步驟 4. 儲存變更，然後移至 **系統設定** → **處理器** → **SW Guard Extension (SGX)**，然後啟用該選項。

RAID 配置

使用獨立磁碟備用陣列 (RAID) 來儲存資料仍是增加伺服器儲存效能、可用性和容量最普遍又符合成本效益的一種方法。

RAID 允許多個硬碟同時處理 I/O 要求，以提高效能。RAID 還可以使用其餘硬碟中的資料重組（或重建）故障硬碟中的遺失資料，以免硬碟故障時遺失資料。

RAID 陣列（也稱為 RAID 硬碟群組）是多個實體硬碟的群組，運用某種常用方法分配硬碟之間的資料。虛擬硬碟（也稱為虛擬磁碟或邏輯硬碟）是硬碟群組中的分割區，硬碟群組是由硬碟上的連續資料區段所組成。虛擬硬碟是以實體磁碟的形式呈現給主機作業系統，而且可供分割以建立 OS 邏輯硬碟或磁區。

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 簡介：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 管理工具和資源的詳細資訊：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Intel VROC

啟用 Intel VROC

在為 NVMe 硬碟設定 RAID 之前，請遵循以下步驟啟用 VROC：

1. 重新啟動系統。在作業系統啟動之前，按下畫面上指示的按鍵以進入 Setup Utility。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
2. 前往 **系統設定** → **裝置與 I/O 埠** → **Intel® VMD 技術** → **啟用/停用 Intel® VMD**，然後啟用該選項。
3. 儲存變更，然後重新啟動系統。

Intel VROC 配置

Intel 提供具有不同 RAID 層級和 SSD 支援的各種 VROC 配置。請參閱以下詳細資料。

附註：

- 支援的 RAID 層級因型號而異。如需 ST650 V3 支援的 RAID 層級相關資訊，請參閱 [技術規格](#)。
- 如需取得和安裝啟動金鑰的相關資訊，請參閱 <https://fod.lenovo.com/lkms>。

PCIe NVMe SSD 的 Intel VROC 配置	需求
Intel VROC 標準	<ul style="list-style-type: none"> • 支援 RAID 層級 0、1 和 10 • 需要啟動金鑰
Intel VROC Premium	<ul style="list-style-type: none"> • 支援 RAID 層級 0、1、5 和 10 • 需要啟動金鑰
SATA SSD 的 Intel VROC 配置	需求
Intel VROC SATA RAID	<ul style="list-style-type: none"> • 支援 RAID 層級 0、1、5 和 10。

部署作業系統

有數個選項可用來在伺服器上部署作業系統。

可用的作業系統

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

使用工具進行的部署

• 多伺服器

可用的工具：

— Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

— Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署套件（僅適用於 Windows 作業系統）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

• 單伺服器

可用的工具：

— Lenovo XClarity Provisioning Manager

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「OS 安裝」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

— Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署套件（僅適用於 Windows 作業系統）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

手動部署

如果您無法存取上述工具，請遵循以下指示下載對應的 *OS 安裝手冊*，然後參考該手冊手動部署作業系統。

1. 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 從導航窗格選取作業系統，並按一下 **Resources (資源)**。
3. 找出「OS Install Guides (OS 安裝指南區域)」，並按一下安裝指示。然後，遵循指示完成作業系統部署作業。

備份伺服器配置

設定伺服器或對配置進行變更後，最好先完整備份伺服器配置。

請確定為下列伺服器元件建立備份：

- **管理處理器**

您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來備份管理處理器配置。如需備份管理處理器配置的相關詳細資料，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

或者，您可以使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中的 `save` 指令建立所有配置設定的備份。如需 `save` 指令的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **作業系統**

使用您的備份方法來備份伺服器的作業系統和使用者資料。

第 8 章 問題判斷

使用本節中的資訊，找出並解決使用伺服器時可能發生的問題。

Lenovo 伺服器可以配置為產生特定事件時自動通知 Lenovo 支援中心。您可以從管理應用程式（例如 Lenovo XClarity Administrator）配置自動通知，也就是 Call Home。如果您配置自動問題通知，每當伺服器發生潛在重要事件時，便會自動傳送警示給 Lenovo 支援中心。

若要找出問題，您通常應從管理伺服器的應用程式事件日誌著手：

- 如果您在 Lenovo XClarity Administrator 管理伺服器，請從 Lenovo XClarity Administrator 事件日誌著手。
- 如果您使用其他管理應用程式，請從 Lenovo XClarity Controller 事件日誌著手。

Web 資源

- **Tech 提示**

Lenovo 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決伺服器可能遇到的問題。這些 Tech 提示（也稱為 RETAIN 提示或服務公告）提供了解決伺服器操作問題的程序。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's (產品問題及解決方式)**。
3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type (文章類型) → Solution (解決方案)**。
遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- **Lenovo 資料中心論壇**

— 查看 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg，看看是否有其他人遇過類似的問題。

事件日誌

警示是一則針對事件或即將發生的事件發出信號或其他指示的訊息。警示由伺服器中的 Lenovo XClarity Controller 或 UEFI 產生。這些警示儲存在 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中。如果伺服器受 Chassis Management Module 2 或 Lenovo XClarity Administrator 管理，則警示會自動轉遞給那些管理應用程式。

附註：如需事件清單，包括從事件中回復正常時可能需要執行的使用者動作，請參閱 *訊息和代碼參考*，網址為 https://pubs.lenovo.com/st650-v3/pdf_files。

Lenovo XClarity Administrator 事件日誌

如果您使用 Lenovo XClarity Administrator 來管理伺服器、網路和儲存硬體，您可以透過 XClarity Administrator 檢視所有受管理裝置的事件。

Logs

The Event Log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show: [Error] [Warning] [Info]

All Event Sources [Dropdown] Filter [Text Box]

All Dates [Dropdown]

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	IO module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

圖例 156. Lenovo XClarity Administrator 事件日誌

如需從 XClarity Administrator 來處理事件的相關資訊，請參閱：

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Lenovo XClarity Controller 事件日誌

Lenovo XClarity Controller 使用測量內部實體變數的感應器來監視伺服器及其元件的實體狀態，例如溫度、電源供應器電壓、風扇速度和元件狀態。Lenovo XClarity Controller 提供各種不同介面給系統管理軟體與系統管理者和使用者，以便遠端管理及控制伺服器。

Lenovo XClarity Controller 會監視伺服器的所有元件，並在 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中公佈事件。

ThinkSystem System name: XCC0023579PK

Event Log Audit Log Maintenance History

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: [Error] [Warning] [Info] All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Error	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

圖例 157. Lenovo XClarity Controller 事件日誌

如需存取 Lenovo XClarity Controller 事件日誌的相關資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「檢視事件日誌」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

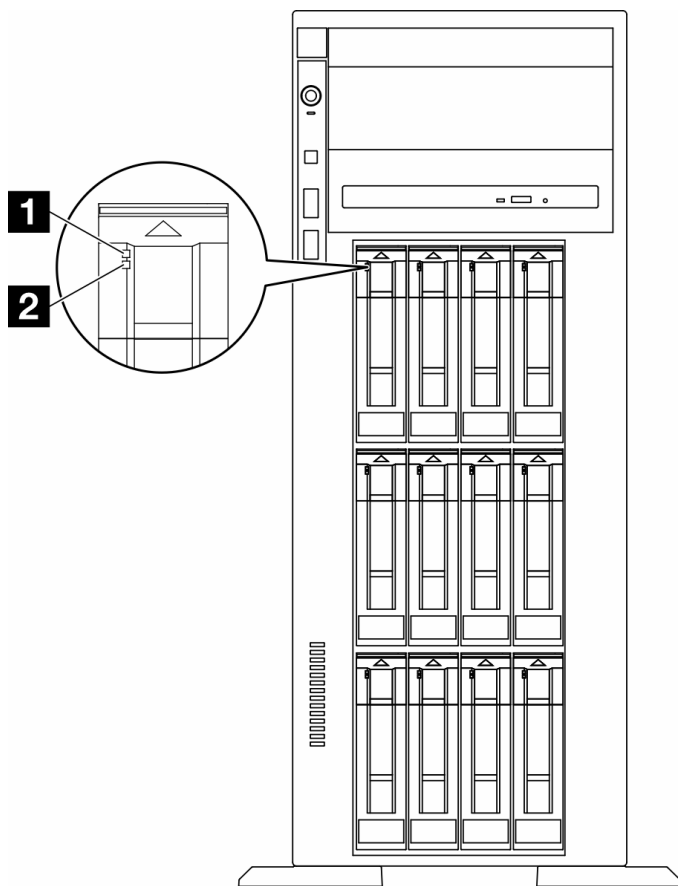
透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解

如需可用系統 LED 和診斷顯示器的相關資訊，請參閱下節。

硬碟 LED

本主題提供硬碟 LED 的相關資訊。

下表說明硬碟活動 LED 和硬碟狀態 LED 所表示的問題。

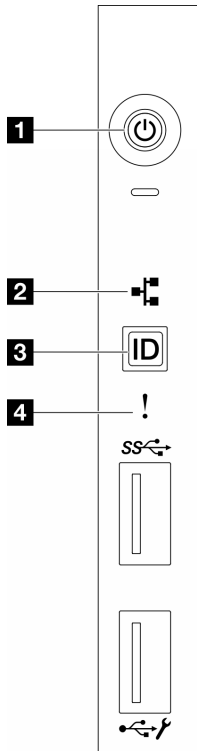


圖例 158. 硬碟 LED

LED	說明
1 硬碟活動 LED (綠色)	每一個熱抽換硬碟皆隨附活動 LED。當此 LED 閃爍時，表示硬碟正在使用中。
2 硬碟狀態 LED (黃色)	硬碟狀態 LED 會指出下列狀態： <ul style="list-style-type: none">• LED 亮起：硬碟發生故障。• LED 緩慢閃爍（每秒一次）：正在重建硬碟。• LED 快速閃爍（每秒三次）：正在識別硬碟。

前方操作面板 LED

本節包含前方操作面板 LED 的相關資訊。



圖例 159. 前方操作面板 LED

表格 85. 前方操作面板 LED

1 第 276 頁 「有電源狀態 LED 的電源按鈕 (綠色)」	3 第 277 頁 「具有系統 ID LED (藍色) 的系統 ID 按鈕」
2 第 276 頁 「網路活動 LED (綠色)」	4 第 277 頁 「系統錯誤 LED (黃色)」

1 具有電源狀態 LED (綠色) 的電源按鈕

伺服器設定完成後，您可以按下電源按鈕來開啟伺服器電源。如果無法從作業系統關閉伺服器，您也可以按住電源按鈕數秒鐘來關閉伺服器電源。電源 LED 的狀態如下：

狀態	顏色	說明
熄滅	無	未正確安裝任何電源供應器，或 LED 本身發生故障。
快速閃爍 (每秒四次)	綠色	伺服器已關閉，尚無法開啟。電源按鈕已停用。此情況會持續大約 5 到 10 秒。
緩慢閃爍 (每秒一次)	綠色	伺服器已關閉，且已準備好開啟。您可以按下電源按鈕，開啟伺服器。
亮起	綠色	已啟動伺服器。

2 網路活動 LED (綠色)

網路活動 LED 可協助您識別網路連線能力和活動。

狀態	顏色	說明
亮起	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
熄滅	無	伺服器與網路中斷連接。

3 具有系統 ID LED (藍色) 的系統 ID 按鈕

使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。每次按下系統 ID 按鈕，系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

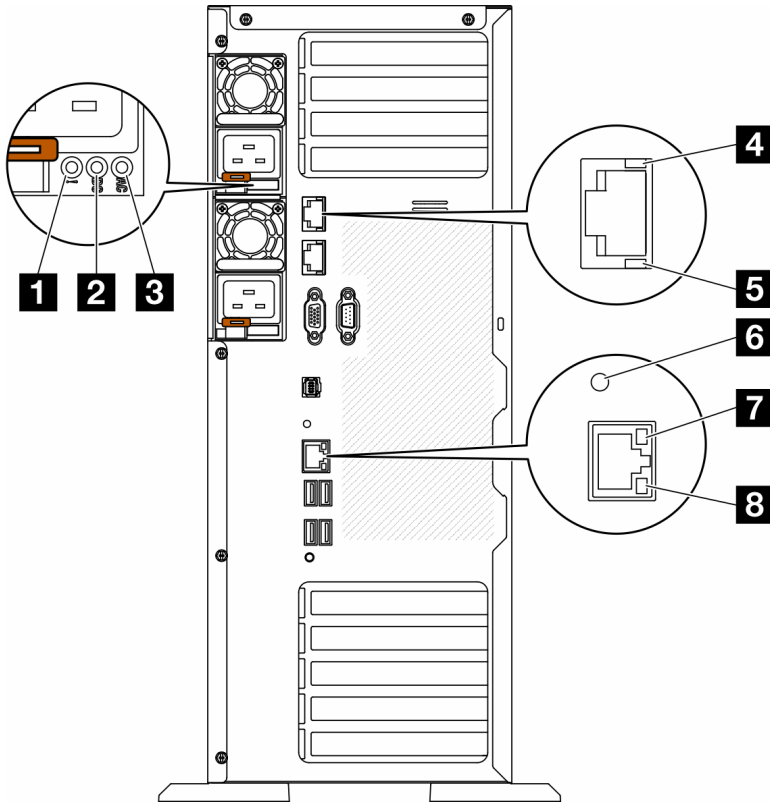
4 系統錯誤 LED (黃色)

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
亮起	黃色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括下列一或多個錯誤： <ul style="list-style-type: none"> • 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 • 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 • 偵測到風扇低速運轉。 • 電源供應器發生嚴重錯誤。 • 電源供應器未連接到電源。 	請檢查事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。
熄滅	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

背面系統 LED

本節中的圖解顯示伺服器背面的 LED。



圖例 160. 伺服器的背面系統 LED

表格 86. 伺服器背面的 LED

1 電源供應器錯誤 LED (黃色)	5 10GbE 活動 LED (綠色)
2 DC 電源 LED (綠色)	6 系統 ID LED (藍色)
3 AC 電源 LED (綠色)	7 乙太網路鏈結 LED (綠色)
4 10GbE 鏈結 LED (綠色)	8 乙太網路活動 LED (綠色)

1 電源供應器錯誤 LED (黃色)

當電源供應器錯誤 LED 亮起時，表示電源供應器發生故障。

2 DC 電源 LED (綠色)

每個熱抽換電源供應器都會隨附一個 DC 電源 LED 和一個 AC 電源 LED。當 DC 電源 LED 亮起時，表示電源供應器正在供應足夠的 DC 電源至系統。在一般運作期間，AC 和 DC 電源 LED 都會亮起。

3 AC 電源 LED (綠色)

每個熱抽換電源供應器都會隨附一個 AC 電源 LED 和一個 DC 電源 LED。當 AC 電源 LED 亮燈時，表示正透過電源線提供充足的電力給電源供應器。在一般運作期間，AC 和 DC 電源 LED 都會亮起。

如需電源供應器 LED 的詳細資料，請參閱第 279 頁「[電源供應器 LED](#)」。

4 10GbE 鏈結 LED (綠色) **5** 10GbE 活動 LED (綠色)

每個 10Gb 乙太網路接頭都有 2 個狀態 LED。

乙太網路狀態 LED	顏色	狀態	說明
4 乙太網路鏈結 LED	綠色	亮起	已建立網路鏈結。
	無	熄滅	已中斷網路鏈結。
5 乙太網路活動 LED	綠色	閃爍	網路鏈結已連接並作用中。
	無	熄滅	伺服器與 LAN 中斷連接。

6 系統 ID LED (藍色)

使用這個藍色系統 ID LED 來看見並找出伺服器。系統 ID LED 也在伺服器正面。每次按下前方面板上的系統 ID 按鈕，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

如果 XClarity Controller USB 接頭已設定為同時具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功能，就可以按系統 ID 按鈕三秒來切換這兩項功能。

7 乙太網路鏈結 LED (綠色) 8 乙太網路活動 LED (綠色)

每個網路接頭都有兩個狀態 LED。

乙太網路狀態 LED	顏色	狀態	說明
7 乙太網路鏈結 LED	綠色	亮起	已建立網路鏈結。
	無	熄滅	已中斷網路鏈結。
8 乙太網路活動 LED	綠色	閃爍	網路鏈結已連接並作用中。
	無	熄滅	伺服器與 LAN 中斷連接。

電源供應器 LED

本主題提供各種電源供應器 LED 狀態及對應建議動作的相關資訊。

在符合下列最低配置時，電源供應器上的 AC 電源 LED 才會亮燈：

- 電源供應器
- 電源線
- 由電源供電的適當輸入電源

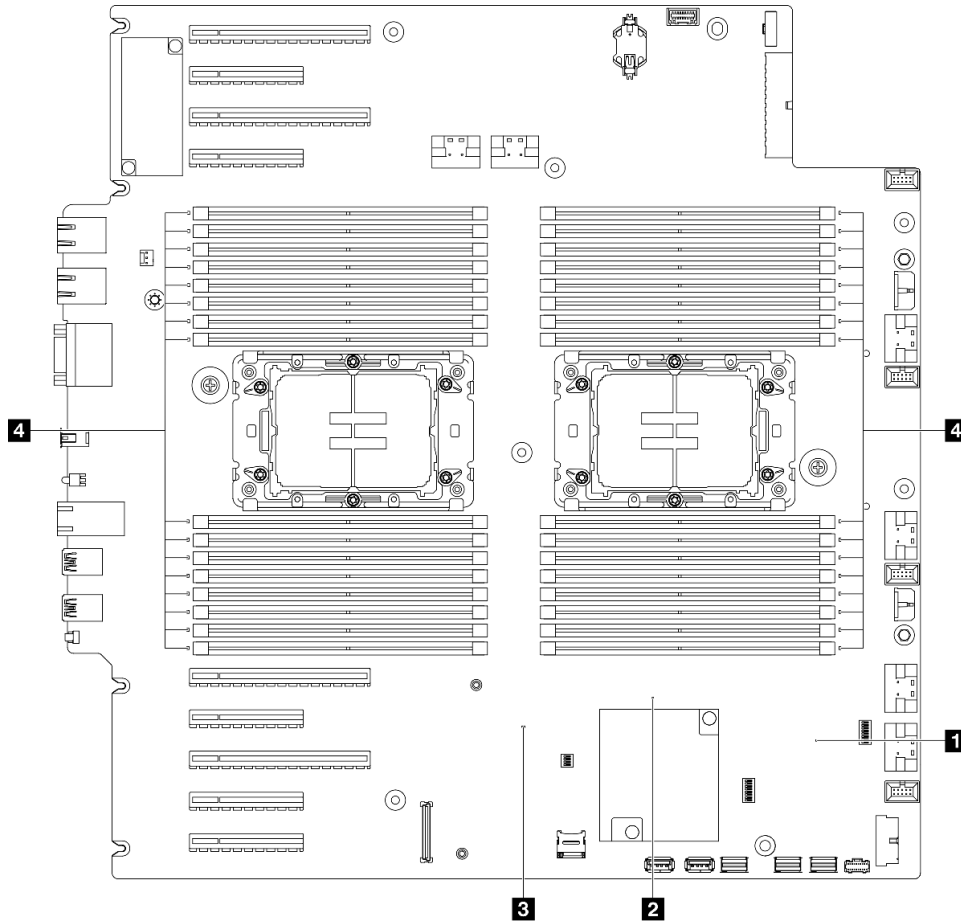
您必須進行下列基本配置，才能啟動伺服器：

下表說明前操作面板上的電源供應器 LED 及電源開啟 LED 的各種組合所表示的問題，以及更正所偵測到之問題的建議動作。

電源供應器 LED			說明	動作	注意事項
AC	DC	錯誤			
亮起	亮起	熄滅	正常作業		伺服器正常運作。
熄滅	熄滅	熄滅	伺服器沒有 AC 電源、AC 電源有問題，或電源供應器故障。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請檢查連接伺服器的 AC 電源。 2. 請確定電源線連接至能正常運作的電源。 3. 重新啟動伺服器。若錯誤仍然存在，請檢查電源供應器 LED。 4. 更換電源供應器。 	
熄滅	熄滅	亮起	電源供應器無輸入電源，或電源供應器偵測到內部問題。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請確定電源線連接至能正常運作的電源。 2. 更換電源供應器。 	只有在使用第二個電源供應器為伺服器供電時，才會發生這種狀況
熄滅	亮起	熄滅	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
亮起	閃爍	熄滅	電源供應器處於零輸出模式（待命）。總耗電量偏低時，只有一個電源供應器為整體電源供電，而其他電源供應器則進入此模式。	當耗電量增加時，預設會開啟零輸出進階模式，待命電源供應器將正常運作。若要停用零輸出模式，請選擇 F1 -> 系統設定 -> 電源 -> 零輸出 -> 停用 。	
熄滅	亮起	亮起	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
亮起	熄滅	熄滅	系統已關閉：系統已連接到電源。		伺服器正常運作。
			系統已開啟：電源供應器沒有完全固定、標準 I/O 模組發生故障或電源供應器發生故障。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新安裝電源供應器。 2. 更換電源供應器。 3. 更換標準 I/O 模組。 	這通常表示電源供應器未完全固定。
亮起	熄滅	亮起	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	
亮起	亮起	亮起	電源供應器發生故障。	更換電源供應器。	

主機板 LED

本節中的圖解顯示主機板上的 LED。



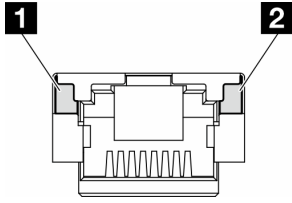
圖例 161. 主機板 LED

- **1** FPGA 活動訊號 LED（綠色）行為：
 - 閃爍：FPGA 運作正常。
 - 亮起或熄滅：FPGA 無法運作。
- **2** ME 活動訊號 LED（綠色）行為：
 - 閃爍：PCH ME 運作中。
 - 亮起或熄滅：PCH ME 發生故障。
- **3** XCC 活動訊號 LED（綠色）行為：
 - 快速閃爍：XCC 處於初始階段。
 - 閃爍（大約每秒閃爍一次）：XCC 運作正常。
 - 熄滅或始終亮起：XCC 無法運作或運作異常。
- **4** DIMM 錯誤 LED（琥珀色）行為：
 - 亮起：LED 代表的 DIMM 發生錯誤。

XCC 系統管理埠 LED

本主題提供 XCC 系統管理埠 LED 的相關資訊。

下表說明 XCC 系統管理埠 LED 所表示的問題。



圖例 162. XCC 系統管理埠 LED

LED	說明
1 XCC 系統管理埠 (1GB RJ-45) 乙太網路埠鏈結 LED	使用此綠色 LED 來區分網路連線功能狀態： <ul style="list-style-type: none"> 熄滅：已中斷網路鏈結。 綠色：已建立網路鏈結。
2 XCC 系統管理埠 (1 GB RJ-45) 乙太網路埠活動 LED	使用此綠色 LED 來區分網路活動狀態： <ul style="list-style-type: none"> 熄滅：伺服器與 LAN 中斷連接。 綠色：網路已連接並且作用中。

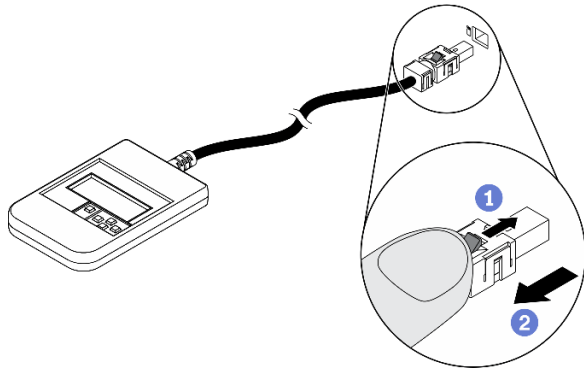
外部診斷手持裝置

外部診斷手持裝置是使用纜線連接到伺服器的外部裝置，可讓您快速存取系統資訊，例如錯誤、系統狀態、韌體、網路及性能資訊。

外部診斷手持裝置的位置

位置	圖例
外部診斷手持裝置是使用外部纜線連接到伺服器。	1 外部診斷手持裝置
	2 磁性底座 有了此元件，可將診斷手持裝置連接到機架的頂部或側面，讓雙手空出來執行服務作業。
	3 外部診斷手持裝置接頭 此接頭位於伺服器正面，用於連接外部診斷手持裝置。

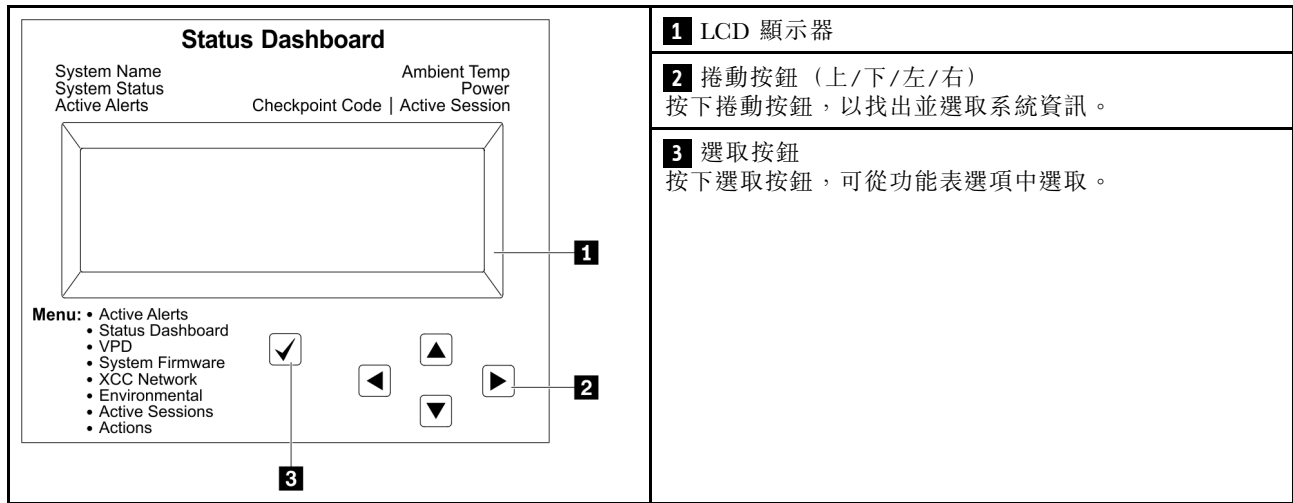
附註： 拔掉外部診斷手持裝置時，請參閱下列指示：



- 1 將插頭上的塑膠夾向前按壓。
- 2 握住纜線夾，並從接頭中取出纜線。

顯示面板概觀

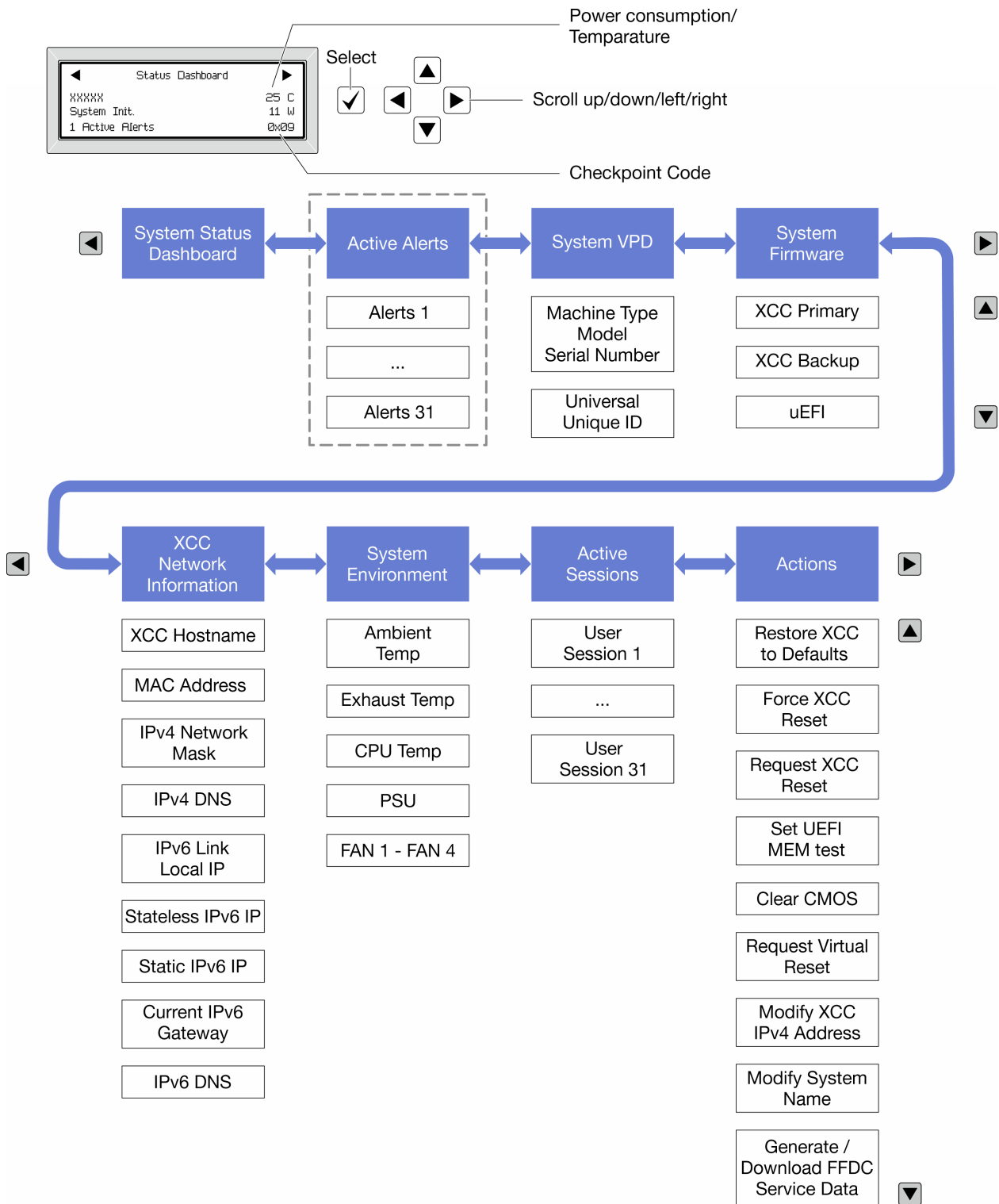
診斷裝置由一部 LCD 顯示器和 5 個導覽按鈕組成。



選項流程圖

LCD 面板會顯示各種系統資訊。使用捲動鍵來瀏覽選項。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

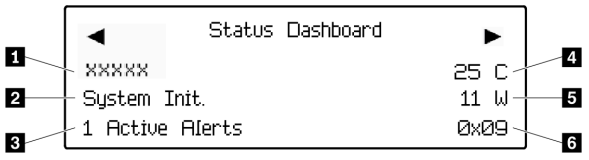


完整功能表清單

以下是可用選項的清單。使用選取按鈕在選項和子層資訊項目之間切換，以及使用捲動按鈕在選項或資訊項目之間切換。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

起始功能表（系統狀態儀表板）

起始功能表	範例
<p>1 系統名稱</p> <p>2 系統狀態</p> <p>3 作用中警示數量</p> <p>4 溫度</p> <p>5 耗電量</p> <p>6 檢查點代碼</p>	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: 1. System name (xxxxxx), 2. System state (System Init.), 3. Active alerts (1 Active Alerts), 4. Temperature (25 C), 5. Power consumption (11 W), and 6. Checkpoint code (0x09).</p>

作用中警示

子功能表	範例
<p>主畫面：</p> <p>作用中錯誤數量</p> <p>附註：「作用中警示」功能表僅顯示作用中錯誤的數量。若沒有發生錯誤，在瀏覽期間無法使用「作用中警示」功能表。</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>詳細資料畫面：</p> <ul style="list-style-type: none"> 錯誤訊息 ID（類型：錯誤/警告/資訊） 發生時間 錯誤的可能來源 	<p>Active Alerts: 1</p> <p>Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error)</p> <p>04/07/2020 02:37:39 PM</p> <p>CPU 1 Status:</p> <p>Configuration Error</p>

系統 VPD 資訊

子功能表	範例
<ul style="list-style-type: none"> 機型及序號 通用唯一 ID (UUID) 	<p>Machine Type: xxxx</p> <p>Serial Num: xxxxxx</p> <p>Universal Unique ID:</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

系統韌體

子功能表	範例
主要 XCC <ul style="list-style-type: none"> 韌體版本 (狀態) Build ID 版本號碼 發行日期 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 備份 <ul style="list-style-type: none"> 韌體版本 (狀態) Build ID 版本號碼 發行日期 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> 韌體版本 (狀態) Build ID 版本號碼 發行日期 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 網路資訊

子功能表	範例
<ul style="list-style-type: none"> XCC 主機名稱 MAC 位址 IPv4 網路遮罩 IPv4 DNS IPv6 鏈結本端 IP 無狀態 IPv6 IP 靜態 IPv6 IP 目前 IPv6 閘道 IPv6 DNS <p>附註：只會顯示目前使用中的 MAC 位址 (延伸或共用)。</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

系統環境資訊

子功能表	範例
<ul style="list-style-type: none">• 環境溫度• 排氣溫度• CPU 溫度• PSU 狀態• 風扇轉速 (RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

作用中階段作業數

子功能表	範例
作用中階段作業的數量	Active User Sessions: 1

動作

子功能表	範例
幾個快速動作可供使用： <ul style="list-style-type: none">• 將 XCC 還原為預設值• 強制 XCC 重設• 要求 XCC 重設• 設定 UEFI 記憶體測試• 清除 CMOS• 要求虛擬重新安置• 修改 XCC 靜態 IPv4 位址/網路遮罩/閘道• 修改系統名稱• 產生/下載 FFDC 服務資料	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

一般問題判斷程序

如果事件日誌不包含特定錯誤，或伺服器無法運作，請使用本節中的資訊來解決問題。

如果您不確定問題發生的原因，以及電源供應器是否正常運作，請完成下列步驟來嘗試解決問題：

1. 關閉伺服器電源。
2. 請確定伺服器纜線連接正確。
3. 逐一拔除或中斷下列裝置的連接（如果適用），直到找出故障為止。在每次卸下或中斷連接裝置時，開啟伺服器電源並配置伺服器。
 - 所有外部裝置。
 - 突波抑制器裝置（在伺服器上）。
 - 印表機、滑鼠及非 Lenovo 裝置。
 - 每一片配接卡。
 - 硬碟。

- 記憶體模組，直到您達到伺服器支援的除錯最低配置。

如果要判定伺服器的最低配置，請參閱第 5 頁「技術規格」中的「除錯的最低配置」。

4. 開啟伺服器電源。

如果問題在卸下伺服器的配接卡後解決，但安裝相同配接卡時再次發生問題，配接卡可能有問題。如果更換另一個配接卡時再次發生問題，請嘗試不同的 PCIe 插槽。

若問題似乎來自網路，而伺服器通過了所有系統測試，即可能是伺服器的外部網路接線有問題。

解決可疑的電源問題

電源問題可能不易解決。例如，短路可能發生在任何電源配送匯流排上。通常，短路會造成電源子系統關閉，這是因為發生了電流過高的狀況。

完成下列步驟，以診斷並解決可疑的電源問題。

步驟 1. 檢查事件日誌，並解決與電源相關的任何錯誤。

附註：從管理伺服器的應用程式事件日誌著手。如需事件日誌的相關資訊，請參閱第 273 頁「事件日誌」。

步驟 2. 檢查是否有短路，比方說，是否有鬆脫的螺絲造成電路板短路。

步驟 3. 卸下配接卡並拔掉所有內部與外部裝置的纜線及電源線，直到伺服器達到除錯所需的最低配置為止。如果要判定伺服器的最低配置，請參閱第 5 頁「技術規格」中的「除錯的最低配置」。

步驟 4. 重新連接所有 AC 電源線，然後開啟伺服器。若伺服器啟動成功，請逐一重新安裝配接卡及裝置，直到找出問題為止。

如果伺服器無法使用最低配置來啟動，請逐一更換最低配置中的元件，直到找出問題為止。

解決可疑的乙太網路控制器問題

測試乙太網路控制器的方法隨所用的作業系統而不同。如需乙太網路控制器的相關資訊，請參閱作業系統文件，以及乙太網路控制器裝置驅動程式的 Readme 檔。

請完成下列步驟，以嘗試解決可疑的乙太網路控制器問題。

步驟 1. 確定伺服器隨附的裝置驅動程式正確，並已安裝，且為最新版。

步驟 2. 確定乙太網路纜線的安裝正確。

- 所有接線上的纜線必須穩固地連接。若接線正確，但仍有問題，請嘗試不同的纜線。
- 如果設定乙太網路控制器以 100 Mbps 或 1000 Mbps 速度運作，您必須使用 CAT-5 纜線。

步驟 3. 判斷集線器是否支援自動協調。若不支援，請根據集線器的速度及雙工模式，嘗試手動配置整合式乙太網路控制器。

步驟 4. 檢查伺服器上的乙太網路控制器 LED。這些 LED 會指出接頭、纜線或集線器是否有問題。

乙太網路控制器 LED 位置是在第 275 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」中指定。

- 當乙太網路控制器收到集線器的鏈結脈衝時，乙太網路鏈結狀態 LED 會亮燈。若此 LED 未亮燈，可能是接頭或纜線毀損，或是集線器有問題。
- 當乙太網路控制器在乙太網路上傳送或接收資料時，乙太網路傳輸/接收活動 LED 會亮燈。若乙太網路傳輸/接收活動中斷，請確定集線器及網路是否仍在運作，且安裝的是正確的裝置驅動程式。

步驟 5. 檢查伺服器上的網路活動 LED。當乙太網路上有資料正在傳送時，網路活動 LED 會亮起。如果網路活動 LED 熄滅，請確定集線器和網路都在運作中，而且已經安裝正確的裝置驅動程式。

- 網路活動 LED 位置是在第 275 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」中指定。
- 步驟 6. 檢查問題的原因是否與作業系統相關，同時請確定已正確安裝作業系統驅動程式。
- 步驟 7. 確定用戶端及伺服器上的裝置驅動程式均使用相同的通訊協定。

若乙太網路控制器仍無法連接到網路，但硬體運作似乎正常，網路管理者必須調查其他可能導致錯誤的原因。

依症狀疑難排解

請依照本節中的指示為具有可識別症狀的問題尋找解決方案。

若要使用本節中的症狀型疑難排解資訊，請完成下列步驟：

1. 檢查管理伺服器之應用程式的事件日誌，並遵循建議的動作解決任何事件碼。
 - 如果您在 Lenovo XClarity Administrator 管理伺服器，請從 Lenovo XClarity Administrator 事件日誌著手。
 - 如果您使用其他管理應用程式，請從 Lenovo XClarity Controller 事件日誌著手。如需事件日誌的相關資訊，請參閱第 273 頁「事件日誌」。
2. 檢閱本節可找出您所遇到的症狀，然後遵循建議的動作來解決問題。
3. 如果問題持續存在，請聯絡支援中心（請參閱第 309 頁「聯絡支援中心」）。

硬碟問題

請依照本節中的指示解決與硬碟相關的問題。

- 第 289 頁「伺服器無法辨識硬碟」
- 第 290 頁「多個硬碟故障」
- 第 290 頁「多個硬碟離線」
- 第 290 頁「無法重建更換的硬碟」
- 第 290 頁「綠色硬碟活動 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態」
- 第 290 頁「黃色硬碟狀態 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態」

伺服器無法辨識硬碟

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 請觀察相關聯的黃色硬碟狀態 LED。如果此 LED 亮起，表示該硬碟發生故障。
2. 如果狀態 LED 亮起，請從機槽中取出硬碟並等候 45 秒，然後重新插入硬碟，並確定硬碟組件連接至硬碟背板。
3. 觀察相關的綠色硬碟活動 LED 和黃色狀態 LED，並在不同情況下執行對應的操作：
 - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 未亮起，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟運作正常。針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下**執行診斷** → **硬碟測試**。
 - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 緩慢閃爍，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟正在重建。
 - 如果兩個 LED 皆未亮起或閃爍，請檢查是否已正確安裝硬碟背板。如需詳細資料，請移至步驟 4。
 - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 也亮起，請更換硬碟。如果 LED 的活動保持相同，請移至「硬碟問題」步驟。如果 LED 的活動產生變化，請回到步驟 1。

4. 確定硬碟背板的安裝正確。如果已正確安置，硬碟組件會正確地連接至背板，不會使背板翹曲或導致背板移動。
5. 重新安裝背板電源線，然後重複步驟 1 至 3。
6. 重新安裝背板信號線，然後重複步驟 1 至 3。
7. 若背板信號線或背板疑似有問題：
 - 更換受影響的背板信號線。
 - 更換受影響的背板。
8. 針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下 **執行診斷 → 硬碟機測試**。

根據這些測試：

- 如果背板通過測試，但是無法辨識硬碟，請更換背板信號線，然後重新執行測試。
- 更換背板。
- 如果配接卡未通過測試，請拔掉配接卡的背板信號線，然後重新執行測試。
- 如果配接卡未通過測試，請更換配接卡。

多個硬碟故障

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

- 檢視 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中是否有與電源供應器或震動問題相關的事件，並解決這些事件。
- 請確定硬碟和伺服器的裝置驅動程式和韌體都是最新版本。

重要事項：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。

多個硬碟離線

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

- 檢視 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中是否有與電源供應器或震動問題相關的事件，並解決這些事件。
- 檢視儲存體子系統日誌中是否有與儲存體子系統相關的事件，並解決這些事件。

無法重建更換的硬碟

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定配接卡可辨識硬碟（綠色硬碟活動 LED 正在閃爍）。
2. 檢閱 SAS/SATA RAID 配接卡文件以判定正確的配置參數和設定。

綠色硬碟活動 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果硬碟的綠色活動 LED 在硬碟使用時沒有閃爍，請針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下 **執行診斷 → 硬碟測試**
2. 如果硬碟通過測試，請更換背板。
3. 如果硬碟未通過測試，請更換硬碟。

黃色硬碟狀態 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 關閉伺服器。
2. 重新安裝 SAS/SATA 配接卡。
3. 重新安裝背板信號線及背板電源線。
4. 重新安裝硬碟。
5. 開啟伺服器電源並觀察硬碟 LED 的活動。

風扇問題

請參閱本節以解決風扇相關問題。

異常的高 RPM (每分鐘轉速)

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 查看系統是否入口穿孔或散熱槽堵塞。
2. 確認伺服器中正確安裝了所有的空氣擋板。
3. 檢查處理器上的散熱膏，並確認散熱膏未弄髒。

間歇性問題

使用此資訊解決間歇性問題。

- [第 291 頁 「間歇性外部裝置問題」](#)
- [第 291 頁 「間歇性 KVM 問題」](#)
- [第 292 頁 「間歇性非預期的重新開機」](#)

間歇性外部裝置問題

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 將 UEFI 與 XCC 韌體更新為最新版本。
2. 確定已安裝正確的裝置驅動程式。如需相關文件，請參閱製造商的網站。
3. 對於 USB 裝置：
 - a. 確定已正確配置裝置。
重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。
(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。) 然後，按一下**系統設定** → **裝置與 I/O 埠** → **USB 配置**。
 - b. 將裝置連接至其他埠。如果您使用 USB 集線器，請拔掉集線器，並將裝置直接連接至伺服器。確定已針對該埠正確配置裝置。

間歇性 KVM 問題

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

視訊問題：

1. 確定所有的纜線和主控台分支纜線都已正確連接並固定。
2. 在另一部伺服器上測試顯示器，以確定它可正常運作。
3. 在運作中的伺服器上測試主控台連接跳線，以確定它可正常運作。如果主控台分支纜線毀損，請加以更換。

鍵盤問題：

確定所有的纜線和主控台分支纜線都已正確連接並固定。

滑鼠問題：

確定所有的纜線和主控台分支纜線都已正確連接並固定。

間歇性非預期的重新開機

附註： 有些無法更正的錯誤需要將伺服器重新開機，才能停用記憶體 DIMM 或處理器等裝置，好讓機器能夠正常開機。

1. 如果在啟用 POST 和 POST 監視器計時器期間發生重設，請確定在監視器逾時值（POST 監視器計時器）中允許充足的時間。

若要查看 POST 監視器時間，請重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）然後按一下 **BMC 設定 → POST 監視器計時器**。

2. 如果在作業系統啟動後發生重設，請執行下列其中一項：
 - 在系統正常運作後進入作業系統，然後設定作業系統核心傾印程序（Windows 和 Linux 作業系統所使用的方法不同）。進入 UEFI 設定功能表並停用該功能，或使用以下 OneCli 命令將其停用。
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
 - 停用任何自動伺服器重新啟動 (ASR) 公用程式，例如 Automatic Server Restart IPMI Application Windows 適用版，或停用所有已經安裝的 ASR 裝置。
3. 請查看管理控制器事件日誌，以檢查指示重新開機的事件碼。如需檢視事件日誌的相關資訊，請參閱第 273 頁「事件日誌」。如果您使用的是 Linux 型作業系統，請將所有日誌擷取回 Lenovo 支援中心以進行進一步調查。

鍵盤、滑鼠、KVM 交換器或 USB 裝置問題

請依照本節中的指示解決與鍵盤、滑鼠、KVM 交換器或 USB 裝置相關的問題。

- 第 292 頁「鍵盤上的所有或部分按鍵運作不正常」
- 第 292 頁「滑鼠無法運作」
- 第 293 頁「KVM 交換器問題」
- 第 293 頁「USB 裝置無法運作」

鍵盤上的所有或部分按鍵運作不正常

1. 請確認：
 - 已穩固地連接鍵盤纜線。
 - 伺服器與監視器均已開機。
2. 如果您使用 USB 鍵盤，請執行 Setup Utility 並啟用無鍵盤作業。
3. 若使用 USB 鍵盤，且該鍵盤已連接至 USB 集線器，請中斷鍵盤與集線器的連接，然後將鍵盤直接連接至伺服器。
4. 更換鍵盤。

滑鼠無法運作

1. 請確認：
 - 滑鼠纜線已穩固地連接至伺服器。
 - 已正確安裝滑鼠裝置驅動程式。
 - 伺服器與監視器均已開機。
 - 在 Setup Utility 中已啟用滑鼠選項。
2. 如果您使用 USB 滑鼠且其連接到 USB 集線器，請從集線器拔掉滑鼠，並將其直接連接到伺服器。
3. 更換滑鼠。

KVM 交換器問題

1. 確定您的伺服器支援 KVM 交換器。
2. 確定已正確開啟 KVM 交換器的電源。
3. 如果鍵盤、滑鼠或顯示器可以在直接連接伺服器的情況下正常運作，則請更換 KVM 交換器。

USB 裝置無法運作

1. 請確認：
 - 已安裝正確的 USB 裝置驅動程式。
 - 作業系統支援 USB 裝置。
2. 請確定在系統設定中已正確設定 USB 配置選項。
重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鈕以顯示 LXPM 系統設定介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）然後，按一下**系統設定** → **裝置與 I/O 埠** → **USB 配置**。
3. 如果您使用 USB 集線器，請將 USB 裝置從集線器拔下，並且直接連接至伺服器。

記憶體問題

請參閱本節以解決記憶體相關問題。

常見記憶體問題

- [第 293 頁「通道中的多個記憶體模組被識別為發生故障」](#)
- [第 293 頁「顯示的系統記憶體小於已安裝的實體記憶體」](#)
- [第 294 頁「偵測到無效的記憶體插入」](#)

通道中的多個記憶體模組被識別為發生故障

附註：每次安裝或卸下記憶體模組時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

請完成下列程序以解決問題。

1. 重新安裝記憶體模組，然後重新啟動伺服器。
2. 從所有找出的記憶體模組中卸下編號最高的記憶體模組，並使用已知良好的相同記憶體模組加以更換，然後重新啟動伺服器。視需要重複此動作。若更換所有找出的記憶體模組之後故障仍然存在，請進入步驟 4。
3. 一次將一個卸下的記憶體模組裝回原始接頭，並且每裝回一個記憶體模組就重新啟動伺服器，直到記憶體模組發生故障為止。使用已知良好的相同記憶體模組更換每一個故障的記憶體模組，並在更換每一個記憶體模組之後重新啟動伺服器。重複步驟 3，直到已測試所有卸下的記憶體模組為止。
4. 從所有找出的記憶體模組中更換編號最高的記憶體模組，然後重新啟動伺服器。視需要重複此動作。
5. 將（相同處理器之）通道間的記憶體模組互換，然後重新啟動伺服器。若問題與記憶體模組相關，請更換故障的記憶體模組。
6. （僅限經過培訓的維修技術人員）將故障的記憶體模組安裝到處理器 2（如有安裝）的記憶體模組接頭，以確認問題不在處理器或記憶體模組接頭上。
7. （僅限經過培訓的維修技術人員）更換主機板（主機板組件）。

顯示的系統記憶體小於已安裝的實體記憶體

請完成下列程序以解決問題。

附註：每次安裝或卸下記憶體模組時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

1. 請確認：
 - 沒有錯誤 LED 亮燈。請參閱[第 275 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」](#)。

- 主機板（主機板組件）上沒有記憶體模組錯誤 LED 亮燈。
 - 記憶體鏡映通道不是導致此不相符狀況的原因。
 - 已正確安裝記憶體模組。
 - 您已安裝正確類型的記憶體模組（若要瞭解需求，請參閱第 44 頁「記憶體模組安裝規則和順序」）。
 - 在變更或更換記憶體模組後，記憶體配置也會相應地在 Setup Utility 中更新。
 - 已啟用所有記憶體儲存庫。伺服器可能在偵測到問題時已自動停用記憶體儲存庫，或您可能已手動停用記憶體儲存庫。
 - 當伺服器使用基本記憶體配置時，沒有記憶體不符的狀況。
2. 重新安裝記憶體模組，然後重新啟動伺服器。
 3. 查看 POST 錯誤日誌：
 - 如果記憶體模組是由系統管理岔斷 (SMI) 所停用，請更換記憶體模組。
 - 如果記憶體模組是由使用者或由 POST 所停用，請重新安裝記憶體模組，然後執行 Setup Utility 並啟用該記憶體模組。
 4. 執行記憶體診斷。當您啟動解決方案，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以使用此介面執行記憶體診斷。從「診斷」頁面，移至 **執行診斷 → 記憶體測試**。
 5. 將（相同處理器之）通道間的模組互換，然後重新啟動伺服器。若問題與記憶體模組相關，請更換故障的記憶體模組。
 6. 使用 Setup Utility 重新啟用所有記憶體模組，然後重新啟動伺服器。
 7. （僅限經過培訓的維修技術人員）將故障的記憶體模組安裝到處理器 2（如有安裝）的記憶體模組接頭，以確認問題不在處理器或記憶體模組接頭上。
 8. （僅限經過培訓的維修技術人員）更換主機板（主機板組件）。

偵測到無效的記憶體插入

如果出現此警告訊息，請完成以下步驟：

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. 請參閱第 44 頁「記憶體模組安裝規則和順序」，以確保目前的記憶體模組插入順序受支援。
2. 如果確實支援目前的順序，請查看 Setup Utility 中是否有任何模組顯示為「已停用」。
3. 重新安裝顯示為「已停用」的模組，然後將系統重新開機。
4. 如果問題仍然存在，請更換記憶體模組。

監視器和視訊問題

請依照本節中的指示解決與監視器或視訊相關的問題。

- 第 294 頁「顯示錯誤的字元」
- 第 295 頁「畫面空白」
- 第 295 頁「當您啟動部分應用程式時，畫面變成空白」
- 第 295 頁「監視器螢幕抖動，或螢幕影像呈波狀、無法閱讀、偏斜或失真」
- 第 295 頁「畫面上出現錯誤的字元」

顯示錯誤的字元

請完成下列步驟：

1. 請驗證鍵盤和作業系統的語言和地區設定正確無誤。

2. 如果顯示的語言不正確，請將伺服器韌體更新為最新版本。請參閱第 264 頁「更新韌體」。

畫面空白

附註： 確定沒有將預期的開機模式從 UEFI 變更為舊式或反之。

1. 若伺服器已連接至 KVM 交換器，請略過 KVM 交換器使其不致成為問題的可能原因：將監視器纜線直接連接至伺服器背面的正確接頭。
2. 若伺服器已安裝圖形配接卡，則在啟動伺服器時，會在大約 3 分鐘後在螢幕上顯示 Lenovo 標誌。這在系統載入時屬於正常作業。
3. 請確認：
 - 伺服器已開啟，並且有電源供應。
 - 已正確連接監視器纜線。
 - 已啟動監視器，並已正確地調整亮度和對比。
4. 請確定負責控制監視器的是正確的伺服器（如果有的話）。
5. 確定視訊輸出不受損毀的伺服器韌體影響；請參閱第 264 頁「更新韌體」。
6. 如果問題仍然存在，請聯絡「Lenovo 支援中心」。

當您啟動部分應用程式時，畫面變成空白

1. 請確認：
 - 應用程式所設定的顯示模式未高於監視器功能。
 - 已安裝應用程式的必要裝置驅動程式。

監視器螢幕抖動，或螢幕影像呈波狀、無法閱讀、偏斜或失真

1. 若監視器自我測試表示出監視器運作正常，請考量監視器的位置。其他裝置（例如變壓器、家電、日光燈和其他監視器）周遭的磁場，可能會導致畫面跳動或不穩定，畫面影像無法閱讀、搖晃或歪曲。若發生此狀況，請關閉監視器。

注意： 移動已開啟的彩色監視器，可能會導致螢幕變色。

請將裝置與監視器至少隔開 305 公釐（12 吋），再啟動監視器。

附註：

- a. 若要防止軟式磁碟機的讀/寫錯誤，請確定監視器與任何外部軟式磁碟機之間的距離至少有 76 公釐（3 吋）。
 - b. 非 Lenovo 所提供的監視器纜線可能造成無法預期的問題。
2. 重新安裝監視器纜線。
 3. 依所示順序逐項更換步驟 2 所列的元件，並且每次都重新啟動伺服器：
 - a. 監視器纜線
 - b. 視訊配接卡（如有安裝）
 - c. 監視器
 - d. （僅限經過培訓的維修技術人員）主機板（主機板組件）

畫面上出現錯誤的字元

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 請驗證鍵盤和作業系統的語言和地區設定正確無誤。
2. 如果顯示的語言不正確，請將伺服器韌體更新為最新版本。請參閱第 264 頁「更新韌體」。

網路問題

請依照本節中的指示解決與網路相關的問題。

在啟用 SSL 的情況下，無法使用 LDAP 帳戶登入

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定授權金鑰有效。
2. 產生新的授權金鑰，然後重新登入。

可觀察的問題

使用此資訊可解決可觀察的問題。

- [第 296 頁「伺服器在 UEFI 開機處理程序期間當機」](#)
- [第 296 頁「啟動伺服器時，伺服器立即顯示 POST 事件檢視器」](#)
- [第 297 頁「伺服器沒有回應（POST 已完成且作業系統正在執行中）」](#)
- [第 297 頁「伺服器沒有回應（POST 失敗而且無法啟動 System Setup）」](#)
- [第 297 頁「事件日誌中顯示電壓介面板故障」](#)
- [第 298 頁「異味」](#)
- [第 298 頁「伺服器似乎在過熱狀態下執行」](#)
- [第 298 頁「安裝新配接卡後無法進入舊版模式」](#)
- [第 298 頁「零件或機箱破裂」](#)

伺服器在 UEFI 開機處理程序期間當機

如果系統在 UEFI 開機處理期間當機並在顯示器上出現訊息 UEFI: DXE INIT，請確定 Option ROM 未使用**傳統**的設定進行配置。您可以使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 執行下列指令，以遠端檢視 Option ROM 的目前設定：

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

若要回復在開機處理程序期間使用傳統 Option ROM 設定而當機的系統，請查看下列 Tech 提示：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

如果必須使用舊式 Option ROM，請勿在「裝置與 I/O 埠」功能表上將插槽 Option ROM 設定為**傳統**。請將插槽 Option ROM 改成設定為**自動**（預設設定），然後將「系統開機模式」設定為**傳統模式**。呼叫傳統 Option ROM 後不久，系統就會開機。

啟動伺服器時，伺服器立即顯示 POST 事件檢視器

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 更正系統 LED 和診斷顯示器所指出的任何錯誤。
2. 確定伺服器支援所有處理器，且處理器的速度和快取大小相符。
您可以從系統設定檢視處理器詳細資料。
若要判斷伺服器是否支援處理器，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。
3. （僅限經過培訓的維修技術人員）確定已正確安裝處理器 1。
4. （僅限經過培訓的維修技術人員）卸下處理器 2 並重新啟動伺服器。
5. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次都重新啟動伺服器：

- a. (僅限經過培訓的維修技術人員) 處理器
- b. (僅限經過培訓的維修技術人員) 主機板 (主機板組件)

伺服器沒有回應 (POST 已完成且作業系統正在執行中)

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

- 如果與計算節點位於同一位置，請完成下列步驟：
 1. 如果是使用 KVM 連線，請確定連線正常運作。否則，請確定鍵盤及滑鼠皆正常運作。
 2. 如果可能，請登入計算節點並確定所有應用程式均在執行中 (沒有任何應用程式當機)。
 3. 重新啟動計算節點。
 4. 如果問題仍然存在，請確定是否已正確安裝及配置任何新軟體。
 5. 與您購買軟體的商家或軟體提供者聯絡。
- 如果是從遠端位置存取計算節點，請完成下列步驟：
 1. 確定所有應用程式均在執行中 (沒有任何應用程式當機)。
 2. 嘗試登出系統，然後重新登入。
 3. 透過從指令行對計算節點進行連線測試或執行追蹤路徑，來驗證網路存取權。
 - a. 如果您在連線測試期間無法取得回應，請嘗試對機體中的其他計算節點進行連線測試，以判斷這是連線問題還是計算節點問題。
 - b. 執行追蹤路徑，以判斷連線岔斷位置。嘗試解決 VPN 或連線岔斷點的連線問題。
 4. 透過管理介面遠端重新啟動計算節點。
 5. 如果問題仍然存在，請檢查是否已正確安裝及配置所有新軟體。
 6. 與您購買軟體的商家或軟體提供者聯絡。

伺服器沒有回應 (POST 失敗而且無法啟動 System Setup)

配置變更 (例如新增裝置或配接卡韌體更新) 以及韌體或應用程式碼問題，可能導致伺服器無法 POST (開機自我測試)。

若發生此狀況，伺服器會以下列一種方式回應：

- 伺服器自動重新啟動，並再次嘗試 POST。
- 伺服器當機，您必須手動重新啟動伺服器，讓伺服器再次嘗試 POST。

在連續嘗試指定的次數之後 (自動或手動)，伺服器回復到預設 UEFI 配置並啟動系統設定，讓您能夠對配置進行必要的更正再重新啟動伺服器。如果伺服器無法以預設配置順利完成 POST，表示主機板 (主機板組件) 可能有問題。

您可以在 System Setup 中指定連續嘗試重新啟動的次數。重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。) 然後，按一下**系統設定 → 回復和 RAS → POST 嘗試 → POST 嘗試限制**。可用的選項為 3、6、9 和 disable。

事件日誌中顯示電壓介面板故障

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 將伺服器回復至最低配置。如需處理器和 DIMM 的最低所需數目，請參閱第 4 頁「規格」。
2. 重新啟動系統。
 - 如果系統重新啟動，請一次新增一個您所卸下的項目，每次新增後都重新啟動系統，直到發生錯誤為止。更換發生此錯誤的項目。
 - 如果系統未重新啟動，問題有可能在於主機板 (主機板組件)。

異味

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 異味可能來自新安裝的設備。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。

伺服器似乎在過熱狀態下執行

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

多個計算節點或機箱：

1. 確定室溫在指定範圍內（請參閱第 4 頁「規格」）。
2. 確定風扇的安裝正確。
3. 將 UEFI 和 XCC 更新為最新版本。
4. 確定已正確安裝伺服器中的填充板（請參閱第 41 頁第 5 章「硬體更換程序」以瞭解詳細的安裝程序）。
5. 使用 IPMI 命令將風扇速度提高到最高風扇速度，以查看是否可以解決問題。

附註：IPMI raw 命令只能由經過培訓的技術人員使用，而且每個系統有其自己特定的 PMI raw 命令。

6. 請檢查管理處理器事件日誌中是否出現溫度事件。如果沒有任何事件，則表示計算節點在正常作業溫度範圍內執行。請注意，溫度可能會產生一些變化。

安裝新配接卡後無法進入舊版模式

請完成下列程序以解決問題。

1. 前往 **UEFI 設定 → 裝置與 I/O 埠 → 設定 Option ROM 執行順序**。
2. 將安裝了作業系統的 RAID 配接卡移到清單的頂部。
3. 選取**儲存**。
4. 重新啟動系統並自動啟動到作業系統。

零件或機箱破裂

請聯絡 Lenovo 支援中心。

選配裝置問題

請依照本節中的指示解決與選配裝置相關的問題。

- 第 298 頁「無法辨識外部 USB 裝置」
- 第 299 頁「PCIe 配接卡無法辨識或無法運作」
- 第 299 頁「偵測到 PCIe 資源不足。」
- 第 299 頁「剛才安裝的 Lenovo 選配裝置無法運作。」
- 第 300 頁「先前正常運作的 Lenovo 選配裝置現在無法運作」

無法辨識外部 USB 裝置

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
2. 確定已在計算節點上安裝正確的驅動程式。如需裝置驅動程式的相關資訊，請參閱 USB 裝置的產品文件。
3. 使用 Setup Utility 來確定已正確配置裝置。
4. 如果 USB 裝置是插入至集線器或主控台分支纜線，請拔掉該裝置，並將它直接插入計算節點正面的 USB 埠。

PCIe 配接卡無法辨識或無法運作

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
2. 檢查事件日誌，並解決與裝置相關的任何問題。
3. 驗證伺服器支援此裝置（請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>）。確定裝置上的韌體版本是最新的受支援版本，並更新韌體（如果適用）。
4. 確定配接卡安裝在正確的插槽中。
5. 確定已為裝置安裝適當的裝置驅動程式。
6. 如果是執行傳統模式 (UEFI)，請解決任何資源衝突。檢查舊式 ROM 開機順序，並修改 UEFI 中的 MM 配置基底設定。

附註：確保將與 PCIe 配接卡相關聯的 ROM 開機順序修改為第一個執行順序。

7. 檢查 <http://datacentersupport.lenovo.com> 中是否有任何可能與配接卡有關的 Tech 提示（也稱為 Retain 提示或服務公告）。
8. 確定配接卡外部的任何連接均正確無誤，且接頭沒有實體損壞。
9. 確定 PCIe 配接卡的安裝符合受支援的作業系統。

偵測到 PCIe 資源不足。

如果您看到錯誤訊息，指出「偵測到 PCI 資源不足」，請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 按 Enter 鍵存取系統 Setup Utility。
2. 選取 **系統設定 → 裝置與 I/O 埠 → MM 配置基礎位置**，然後修改設定以增加裝置資源。例如，將 3 GB 修改為 2 GB，或將 2 GB 修改為 1 GB。
3. 儲存設定，然後重新啟動系統。
4. 如果裝置資源設定最高 (1GB) 時再次發生錯誤，請將系統關機並卸下部分 PCIe 裝置，然後再開啟系統電源。
5. 如果重開機失敗，請重複步驟 1 至步驟 4。
6. 如果再次發生錯誤，請按 Enter 鍵存取系統 Setup Utility。
7. 選取 **系統設定 → 裝置與 I/O 埠 → PCI 64 位元資源配置**，然後將設定從自動修改為啟用。
8. 如果開機裝置不支援 MMIO 達 4GB 以上的舊式開機，請使用 UEFI 開機模式或卸下/停用部分 PCIe 裝置。
9. 關閉再開啟系統 DC 電源，並確定系統已進入 UEFI 開機功能表或作業系統；然後，擷取 FFDC 日誌。
10. 聯絡 Lenovo 技術支援。

剛才安裝的 Lenovo 選配裝置無法運作。

1. 請確認：
 - 伺服器支援此裝置（請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>）。
 - 您已遵循裝置隨附的安裝指示進行安裝，且裝置也已正確地安裝。
 - 您未造成其他已經安裝的裝置或纜線鬆脫。
 - 您已在系統設定中更新配置資訊。啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 Setup Utility。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）每當記憶體或其他任何裝置有所變更時，都必須更新配置。
2. 重新安裝您剛新安裝的裝置。
3. 更換您剛新安裝的裝置。
4. 重新安置纜線連接，並檢查確認纜線沒有實體損壞。
5. 如果纜線有任何損壞，請更換纜線。

先前正常運作的 Lenovo 選配裝置現在無法運作

1. 確認裝置的所有纜線接線皆已穩固連接。
2. 若裝置附有測試指示，請使用這些指示測試裝置。
3. 重新安置纜線連接，並檢查是否有任何實體零件受損；
4. 更換纜線。
5. 重新安裝故障的裝置。
6. 更換故障的裝置。

效能問題

請依照本節中的指示解決效能問題。

- [第 300 頁「網路效能」](#)
- [第 300 頁「作業系統效能」](#)

網路效能

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 找出運作速度緩慢的網路（例如儲存體、資料或管理）。您可能會發現使用連線測試工具或作業系統工具（例如作業管理程式或資源管理程式）很有幫助。
2. 檢查網路上是否存在資料流量壅塞。
3. 更新 NIC 裝置驅動程式或儲存體裝置控制器裝置驅動程式。
4. 使用 IO 模組製造商提供的資料流量診斷工具。

作業系統效能

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果您最近曾對計算節點進行變更（例如，曾更新裝置驅動程式或安裝軟體應用程式），請移除變更。
2. 檢查是否有任何網路問題。
3. 檢查作業系統日誌中是否有效能相關的錯誤。
4. 檢查是否有與高溫及電源問題相關的事件，因為可能已對計算節點進行節流控制以協助散熱。如果已進行節流控制，則請減少計算節點上的工作量，以協助改善效能。
5. 檢查是否有與停用 DIMM 相關的事件。如果沒有足夠的記憶體來處理應用程式工作量，則會造成作業系統效能低下。
6. 確定工作量對於配置而言不會太高。

開關電源問題

使用此資訊解決開啟或關閉伺服器電源時發生的問題。

- [第 300 頁「Embedded Hypervisor 不在開機清單中」](#)
- [第 301 頁「電源按鈕無法運作（伺服器無法啟動）」](#)
- [第 301 頁「無法開啟伺服器電源」](#)

Embedded Hypervisor 不在開機清單中

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 如果最近曾安裝、移動或維修伺服器，或者如果這是第一次使用 Embedded Hypervisor，請確定裝置已正確連接且接頭沒有任何實體損壞。
2. 如需安裝和配置資訊，請參閱選配 Embedded Hypervisor 快閃記憶體裝置所隨附之文件。

3. 檢查 <https://serverproven.lenovo.com> 以驗證伺服器是否支援 Embedded Hypervisor 裝置。
4. 請確定 Embedded Hypervisor 裝置已列在可用開機選項的清單中。從管理控制器使用者介面中，按一下 **伺服器配置 → 開機選項**。
如需存取管理控制器使用者介面的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「開啟並使用 XClarity Controller Web 介面」一節，網址為：
<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>
5. 檢查 <http://datacentersupport.lenovo.com> 以取得與 Embedded Hypervisor 及伺服器相關的任何 Tech 提示（服務公告）。
6. 確定其他軟體可以在伺服器上運作，進而確定伺服器正常運作。

電源按鈕無法運作（伺服器無法啟動）

附註：在伺服器連接到 AC 電源後，電源按鈕大約 1 至 3 分鐘無作用，以保留時間供 BMC 進行起始設定。

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定伺服器上的電源按鈕正確運作：
 - a. 拔下伺服器電源線。
 - b. 重新連接伺服器電源線。
 - c. 重新安裝前方操作面板纜線，然後重複步驟 1a 和 2b。
 - 若伺服器已啟動，請重新安裝前方操作面板。
 - 如果問題仍然存在，請更換前方操作面板。
2. 請確認：
 - 電源線已正確連接至伺服器以及可用的電器插座。
 - 電源供應器上的 LED 未指出問題。
 - 電源按鈕 LED 亮起並緩慢閃爍。
 - 推力足夠大，並具有按鈕力回應。
3. 如果電源按鈕 LED 沒有亮起或正確閃爍，請重新安裝所有電源供應器，並確定 PSU 背面的 AC LED 有亮起。
4. 若剛安裝了選配裝置，請加以卸除，然後重新啟動伺服器。
5. 如果仍然發現該問題或電源按鈕 LED 仍未亮起，請實作最低配置以檢查是否有任何特定元件鎖定了電源權限。更換每個電源供應器，並在每次安裝之後檢查電源按鈕功能。
6. 如果完成所有步驟後仍無法解決問題，請將故障資訊和擷取的系統日誌收集並傳送至 Lenovo 支援中心。

無法開啟伺服器電源

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查事件日誌是否有任何與伺服器電源未開啟相關的事件。
2. 檢查是否有任何閃爍琥珀色的 LED。
3. 檢查主機板（主機板組件）上的電源 LED。
4. 檢查 PSU 背面的 AC 電源 LED 或琥珀色 LED 是否亮起。
5. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
6. 卸下 CMOS 電池至少十秒鐘，然後重新安裝 CMOS 電池。
7. 嘗試透過 XCC 以 IPMI 指令或以電源按鈕開啟系統電源。
8. 實作最低配置（一個處理器、一個 DIMM 和一個 PSU，不安裝任何配接卡和任何硬碟）。
9. 重新安裝所有電源供應器，並確定 PSU 背面的 AC LED 有亮起。

10. 更換每個電源供應器，並在每次安裝之後檢查電源按鈕功能。
11. 如果以上動作無法解決問題，請聯絡服務中心以檢閱問題症狀並查看是否需要更換主機板（主機板組件）。

電源問題

請依照本節中的指示解決與電源相關的問題。

系統錯誤 LED 亮起，且事件日誌顯示「電源供應器的電力輸入中斷」

若要解決問題，請確定：

1. 電源供應器已正確連接到電源線。
2. 伺服器的電源線已連接到適當接地的電源插座。
3. 確保電源供應器的 AC 電源穩定維持在支援的範圍內。
4. 交換電源供應器以查看問題是否由電源供應器引起；如果是由電源供應器引起，則更換故障的電源供應器。
5. 檢閱事件日誌並查看是什麼問題，以遵循事件日誌動作來解決問題。

序列裝置問題

使用此資訊解決序列埠或裝置的問題。

- [第 302 頁「顯示的序列埠數目小於已安裝的序列埠數目」](#)
- [第 302 頁「序列裝置無作用」](#)

顯示的序列埠數目小於已安裝的序列埠數目

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 請確認：
 - 已在 Setup Utility 中為每個埠指派唯一的位址，而且未停用任何序列埠。
 - 已正確地插入序列埠配接卡（如有安裝）。
2. 重新安裝序列埠配接卡。
3. 更換序列埠配接卡。

序列裝置無作用

1. 請確認：
 - 裝置與伺服器相容。
 - 序列埠已啟用，並已指派唯一的位址。
 - 裝置已連接至正確的接頭（請參閱[第 26 頁「主機板接頭」](#)）。
2. 重新安裝下列元件：
 - a. 故障的序列裝置。
 - b. 序列纜線。
3. 更換下列元件：
 - a. 故障的序列裝置。
 - b. 序列纜線。
4. （僅限經過培訓的維修技術人員）更換主機板（主機板組件）。

軟體問題

請依照本節中的指示解決軟體問題。

1. 若要判斷問題是否為軟體所致，請確認：
 - 伺服器具備使用該軟體所需的基本記憶體。若要瞭解記憶體需求，請參閱軟體隨附的資訊。
附註：若您新安裝了配接卡或記憶體，可能是伺服器發生記憶體位址衝突。
 - 軟體的設計可以在此伺服器上運作。
 - 其他軟體可以在此伺服器上運作。
 - 軟體可以在其他伺服器上運作。
2. 如果您在使用軟體時收到任何錯誤訊息，請參閱軟體隨附的資訊，以取得訊息說明和問題的建議解決方案。
3. 聯絡您購買軟體的商家。

附錄 A 拆卸硬體以進行回收

請依照本節中的指示來回收符合當地法律或法規的元件。

拆卸伺服器以進行機箱回收

請先依照本節中的指示拆卸伺服器，然後再回收機箱。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 41 頁「安裝準則」和第 42 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器電源並拔掉所有電源線，以進行此作業。請參閱第 51 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 如果腳架已經安裝在伺服器上，則將其向內旋轉，讓伺服器側放以方便作業。

- 步驟 1. 卸下備用電源供應器。請參閱第 158 頁「卸下電源供應器」。
- 步驟 2. 如有需要，請卸下 EIA 托架。請參閱第 52 頁「從機架卸下伺服器」。
- 步驟 3. 卸下所有已安裝的硬碟和硬碟填充板。請參閱第 74 頁「卸下熱抽換硬碟」。
- 步驟 4. 卸下伺服器蓋板。請參閱第 194 頁「卸下伺服器蓋板」。
- 步驟 5. 卸下安全門。請參閱第 180 頁「卸下安全門」。
- 步驟 6. 卸下前方擋板。請參閱第 97 頁「卸下前方擋板」。
- 步驟 7. 卸下正面 I/O 模組。請參閱第 99 頁「卸下正面 I/O 模組」。
- 步驟 8. 卸下光碟機。請參閱第 134 頁「卸下 5.25 吋機槽配接器組件」或第 127 頁「卸下光碟機或磁帶機」。
- 步驟 9. 卸下擴充框架。第 79 頁「卸下擴充框架」。
- 步驟 10. 卸下光碟機機盒。請參閱第 125 頁「卸下光碟機機盒」。
- 步驟 11. 卸下所有 T4 填充板。請參閱第 191 頁「卸下 T4 填充板」。
- 步驟 12. 卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱如有需要，請卸下所有快閃記憶體電源模組。請參閱第 90 頁「卸下快閃記憶體電源模組」。
- 步驟 13. 如果適用，請卸下所有 GPU 填充板。請參閱第 102 頁「卸下 FL GPU 填充板」。
- 步驟 14. 卸下空氣擋板。請參閱第 67 頁「卸下空氣擋板」。
- 步驟 15. 如果適用，請卸下所有 NVLink 橋接器。請參閱第 122 頁「卸下 GPU 配接卡鏈結 (NVLink) 橋接器」。
- 步驟 16. 如果適用，請卸下所有全長 GPU 配接卡。請參閱第 148 頁「卸下 FL GPU 配接卡」。
- 步驟 17. 卸下所有 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「卸下 HL PCIe 配接卡」。
- 步驟 18. 如果適用，請卸下所有 PCIe 配接卡匣。請參閱第 139 頁「卸下 FL PCIe 配接卡匣」。
- 步驟 19. 如果適用，請卸下所有 A2/L4 GPU 空氣導管。請參閱第 65 頁「卸下 A2/L4 GPU 空氣導管」。
- 步驟 20. 卸下 RoT 模組。請參閱第 176 頁「卸下韌體和 RoT 安全模組」。
- 步驟 21. 卸下所有風扇模組和風扇填充板。請參閱第 81 頁「卸下風扇模組」。
- 步驟 22. 卸下風扇機盒組件。請參閱第 82 頁「卸下風扇機盒組件」。

- 步驟 23. 卸下所有硬碟背板。請參閱第 59 頁「卸下 2.5 吋硬碟背板」或第 62 頁「卸下 3.5 吋硬碟背板」。
- 步驟 24. 從 M.2 開機配接卡卸下 M.2 硬碟。請參閱第 112 頁「卸下 M.2 硬碟」。
- 步驟 25. 卸下 M.2 開機配接卡。請參閱第 113 頁「卸下 M.2 開機配接卡」。
- 步驟 26. 卸下內部 CFF 配接卡。請參閱第 105 頁「卸下內部 CFF 配接卡」。
- 步驟 27. 卸下入侵開關。請參閱第 109 頁「卸下入侵開關」。
- 步驟 28. 卸下 CMOS 電池 (CR2032)。請參閱第 71 頁「卸下 CMOS 電池 (CR2032)」。
- 步驟 29. 卸下所有 PHM 卡。請參閱第 165 頁「卸下處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
- 步驟 30. 卸下主機板。請參閱第 182 頁「卸下主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）」。
- 步驟 31. 卸下電源配送板蓋板。請參閱第 155 頁「卸下電源配送板蓋板」。
- 步驟 32. 卸下電源配送板。請參閱第 152 頁「卸下電源配送板」。
- 步驟 33. 如果適用，請卸下腳架。請參閱第 94 頁「卸下腳架」。

拆卸伺服器之後，請遵守當地法規回收伺服器。

附錄 B 取得說明和技術協助

若您需要說明、服務或技術協助，或想取得更多有關 Lenovo 產品的相關資訊，您可從 Lenovo 獲得許多相關資源來協助您。

在「全球資訊網 (WWW)」上，提供了 Lenovo 系統、選配裝置、維修及支援的最新相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

附註：IBM 是 Lenovo 處理 ThinkSystem 所偏好的服務供應商

致電之前

致電之前，您可以採取幾項步驟來嘗試自行解決問題。如果您確定需要致電尋求協助，請收集維修技術人員需要的資訊，以便更快地解決您的問題。

嘗試自行解決問題

只要遵照 Lenovo 線上說明或產品文件內的疑難排解程序，您就可以自行解決許多問題，而不需要向外尋求協助。線上說明也說明了您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式文件都提供了疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑軟體有問題，請參閱作業系統文件或程式的文件。

您可以在以下位置找到 ThinkSystem 產品的產品文件：

<https://pubs.lenovo.com/>

您可以採取這些步驟來嘗試自行解決問題：

- 檢查所有的纜線，確定纜線已經連接。
- 檢查電源開關，確定系統及所有選配裝置都已開啟。
- 檢查是否有適用於 Lenovo 產品的更新軟體、韌體和作業系統裝置驅動程式。（請參閱以下連結）
「Lenovo 保固」條款聲明，作為 Lenovo 產品的擁有者，您必須負責維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非其他維護合約涵蓋此項服務）。如果軟體升級中已記載問題的解決方案，維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
 - 驅動程式和軟體下載
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/>
 - 作業系統支援中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- 如果您已在環境中安裝新的硬體或軟體，請查看 <https://serverproven.lenovo.com>，以確定您的產品支援此硬體或軟體。
- 請參閱 *使用手冊*或 *硬體維護手冊*中的第 273 頁第 8 章「問題判斷」以找出問題並解決。
- 請造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並查看是否有資訊可協助您解決問題。
如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：
 1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
 2. 按一下導覽窗格中的 **How To's**（產品問題及解決方式）。
 3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type**（文章類型）→ **Solution**（解決方案）。

遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- 請查閱 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg 上的 Lenovo 資料中心論壇，瞭解是否有其他人遇到類似的問題。

收集致電支援中心所需要的資訊

在您需要尋求 Lenovo 產品的保固服務時，若在電話詢問之前準備好適當相關資訊，維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。您也可以造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>，以取得有關產品保固的詳細資訊。

收集下列資訊，提供給維修技術人員。此資料將會協助維修技術人員快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。

- 軟硬體維護合約號碼（如其適用）
- 機型號碼（Lenovo 4 位數的機器 ID）。您可以在 ID 標籤上找到機型號碼，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的第 35 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
- 型號
- 序號
- 現行系統 UEFI 及韌體版本
- 其他相關資訊，例如錯誤訊息及日誌

如不致電 Lenovo 支援中心，您可以前往 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交電子服務要求。提交「電子服務要求」即會開始透過向維修技術人員提供相關資訊以決定問題解決方案的程序。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，Lenovo 維修技術人員即可開始制定解決方案。

收集服務資料

若要明確識別伺服器問題的根本原因或回應 Lenovo 支援中心的要求，您可能需要收集能夠用於進一步分析的服務資料。服務資料包含事件日誌和硬體庫存等資訊。

您可以透過下列工具收集服務資料：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的「收集服務資料」功能收集系統服務資料。您可以收集現有的系統日誌資料，或執行新診斷以收集新資料。

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以使用 Lenovo XClarity Controller Web 介面或 CLI 收集伺服器的服務資料。您可以儲存此檔案，並將其傳送至 Lenovo 支援中心。

— 如需使用 Web 介面收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

— 如需使用 CLI 收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「XCC ffdc 指令」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以將 Lenovo XClarity Administrator 設定為當 Lenovo XClarity Administrator 和受管理端點中發生某些可服務事件時，自動收集並傳送診斷檔案至 Lenovo 支援中心。您可以選擇使用 Call Home 將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心，或使用 SFTP 傳送至其他服務供應商。也可以手動收集診斷檔案、提出問題記錄並將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心。

您可以在下列網址找到在 Lenovo XClarity Administrator 內設定自動問題通知的相關資訊：
http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 有庫存應用程式可收集服務資料。它可以在頻內和頻外執行。在伺服器的主機作業系統內頻內執行時，OneCLI 除了收集硬體服務資料外，還可收集有關作業系統的資訊，例如作業系統事件日誌。

若要取得服務資料，您可以執行 `getinfor` 指令。如需執行 `getinfor` 的相關資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

聯絡支援中心

您可以聯絡支援中心，針對您的問題取得協助。

您可以透過 Lenovo 授權服務供應商來獲得硬體服務。如果要尋找 Lenovo 授權服務供應商提供保固服務，請造訪 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，並使用過濾器搜尋不同的國家/地區。對於 Lenovo 支援電話號碼，請參閱 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 以取得您的地區支援詳細資料。

附錄 C 文件和支援

本節提供便利的文件、驅動程式與韌體下載以及支援資源。

文件下載

本節提供一些便利的文件的簡介和下載鏈結。

文件

請從以下網站下載下列產品文件：

https://pubs.lenovo.com/st650-v3/pdf_files

- **滑軌安裝手冊**
 - 將滑軌安裝在機架中
- **使用手冊**
 - 完整的概觀、系統配置、硬體元件更換和疑難排解。
 - 選自 *使用手冊* 中的章節：
 - **系統配置手冊**：伺服器概觀、元件識別、系統 LED 和診斷顯示器、產品拆箱、設定和配置伺服器。
 - **硬體維護手冊**：安裝硬體元件、纜線佈線和疑難排解。
- **訊息和代碼參考**
 - XClarity Controller、LXPM 和 uEFI 事件
- **UEFI 手冊**
 - UEFI 設定簡介

支援中心網站

本節提供驅動程式與韌體下載和支援資源。

支援和下載

- ThinkSystem ST650 V3 的驅動程式和軟體下載網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a/downloads/driver-list/>
- Lenovo 資料中心論壇
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg
- ThinkSystem ST650 V3 的 Lenovo 數據中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st650v3/7d7a>
- Lenovo 授權資訊文件
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 網站（產品指南/資料表/白皮書）
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Lenovo 隱私權聲明
 - <https://www.lenovo.com/privacy>

- Lenovo 產品安全性諮詢
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 產品保固計劃
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 伺服器作業系統支援中心網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 網站（選配產品相容性查詢）
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- 提交電子問題單（服務要求）
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- 訂閱 Lenovo Data Center Group 產品通知（隨時掌握韌體更新情況）
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附錄 D 聲明

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 Lenovo 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。

本文件在提及 Lenovo 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 Lenovo 的產品、程式或服務。只要未侵犯 Lenovo 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 Lenovo 之產品、程式或服務。不過，其他產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

對於本文件所說明之主題內容，Lenovo 可能擁有其專利或正在進行專利申請。本文件之提供不代表使用者享有優惠，並且未提供任何專利或專利申請之授權。您可以書面提出查詢，來函請寄到：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO 係以「現狀」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些轄區在特定交易上，不允許排除明示或暗示的保證，因此，這項聲明不一定適合您。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，Lenovo 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 可能會隨時改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，而不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用，因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中包含的所有資訊均由特定環境取得，而且僅作為說明用途。在其他作業環境中獲得的結果可能有所差異。

Lenovo 得以各種 Lenovo 認為適當的方式使用或散佈貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

本資訊中任何對非 Lenovo 網站的敘述僅供參考，Lenovo 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本產品著作物，若要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

本文件中所含的任何效能資料是在控制環境中得出。因此，在其他作業環境中獲得的結果可能有明顯的差異。在開發層次的系統上可能有做過一些測量，但不保證這些測量在市面上普遍發行的系統上有相同的結果。再者，有些測定可能是透過推測方式來評估。實際結果可能不同。本文件的使用者應驗證其特定環境適用的資料。

商標

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 之商標。

其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。

重要聲明

處理器速度表示處理器的內部時脈速度；其他因素也會影響應用程式效能。

CD 或 DVD 光碟機速度是可變的讀取速率。實際速度會有所不同，且通常小於可能達到的最大速度。

當提到處理器儲存體、實際和虛擬儲存體或通道量時，KB 代表 1,024 位元組，MB 代表 1,048,576 位元組，而 GB 代表 1,073,741,824 位元組。

在提到硬碟容量或通訊量時，MB 代表 1,000,000 位元組，而 GB 代表 1,000,000,000 位元組。使用者可存取的總容量不一定，視作業環境而定。

內部硬碟的最大容量是指用 Lenovo 提供的目前所支援最大容量的硬碟來替換任何標準硬碟，並裝滿所有硬碟機槽時的容量。

記憶體上限的計算可能需要使用選配記憶體模組，來更換標準記憶體。

每一個固態記憶體蜂巢都具有本質上可以引起且數目固定的寫入循環。因此，固態裝置具有可以承受的寫入週期數上限，並以 **total bytes written (TBW)** 表示。超出此限制的裝置可能無法回應系統產生的指令，或資料可能無法接受寫入。Lenovo 將依裝置的「正式發佈規格」中所載明，不負責更換已超出其保證的程式/消除循環數目上限的裝置。

Lenovo 對於非 Lenovo 產品不負有責任或保固。非 Lenovo 產品皆由協力廠商提供支援，Lenovo 不提供任何支援。

部分軟體可能與其零售版（若有）不同，且可能不含使用手冊或完整的程式功能。

電子放射聲明

將監視器連接至設備時，您必須使用指定的監視器纜線與監視器隨附的任何抗干擾裝置。

如需其他電子放射聲明，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

台灣地區 BSMI RoHS 宣告

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
光碟機	-	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

0718

台灣地區進出口聯絡資訊

您可以向相關聯絡人取得台灣地區進出口資訊。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

Lenovo